



# ThinkSystem SD650 デュアル・ノード DWC トレイおよび NeXtScale n1200 DWC エンクロージャー

## メンテナンス・マニュアル



マシン・タイプ: 7X58 および 5468

## 注

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、以下に記載されている安全情報および安全上の注意を読んで理解してください。

[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)

[http://systemx.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.sysx.safety.doc/safety\\_pdf.pdf](http://systemx.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.sysx.safety.doc/safety_pdf.pdf)

サーバーは、最大 20 A の分岐回路保護を提供する電力配分装置 (PDU) または無停電電源装置 (UPS) の負荷側に常に取り付けられるシステム/ラックでの使用を目的としています。主電源へのシステム/ラック全体の接続には、プラグ可能タイプ B コネクターを使用します。

さらに、ご使用のソリューションに適用される Lenovo 保証規定の諸条件をよく理解してください。以下に掲載されています。

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第 13 版 (2022 年 4 月)

© Copyright Lenovo 2020, 2022.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが GSA (米国一般調達局) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

# 目次

目次	i
----	---

安全について	iii
--------	-----

安全検査のチェックリスト	iv
--------------	----

第1章. 概要	1
---------	---

仕様	1
----	---

既存の NeXtScale nx360 M5 から ThinkSystem SD650 へのアップグレード	5
---	---

ファームウェア更新	6
-----------	---

LAN over USB インターフェースの手動構成	10
----------------------------	----

LAN over USB の Windows デバイス・ドライバのインストール	10
---	----

技術ヒント	11
-------	----

セキュリティー・アドバイザリー	11
-----------------	----

ノードの電源をオンにする	11
--------------	----

ノードの電源をオフにする	12
--------------	----

第2章. ソリューション・コンポーネント	13
----------------------	----

前面図	15
-----	----

エンクロージャー	15
----------	----

トレイ	15
-----	----

背面図	16
-----	----

ファン電源制御 (FPC) モジュール	17
---------------------	----

パワー・サプライ	18
----------	----

システム・ボードのレイアウト	19
----------------	----

システム・ボードの内部コネクタ	19
-----------------	----

システム・ボード LED	21
--------------	----

システム・ボード・スイッチ	23
---------------	----

内部ケーブルの配線	24
-----------	----

2.5 型ドライブ・モデル	24
---------------	----

Internal Faceplate Transition (IFT) アダプター	25
---	----

部品リスト	26
-------	----

電源コード	31
-------	----

第3章. ハードウェア交換手順	33
-----------------	----

取り付けのガイドライン	33
-------------	----

安全検査のチェックリスト	34
--------------	----

システムの信頼性に関するガイドライン	35
--------------------	----

電源オンされているソリューションの内部での作業	36
-------------------------	----

静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い	36
-----------------------	----

エンクロージャーでのコンポーネントの交換	36
----------------------	----

エンクロージャー・ミッドプレーンの交換	36
---------------------	----

ドリップ・センサー・アセンブリーの交換	67
---------------------	----

ファン電源制御 (FPC) の交換	72
-------------------	----

FPC バッテリーの交換	79
--------------	----

ホット・スワップ・パワー・サプライの交換	83
----------------------	----

多岐管の交換	86
--------	----

トレイのコンポーネントの交換	126
----------------	-----

CMOS バッテリー (CR2032) の交換	126
-------------------------	-----

DIMM の交換	130
----------	-----

ドライブの交換	138
---------	-----

ドライブ・ケージ・アセンブリーの交換	142
--------------------	-----

M.2 バックプレーンの交換	148
----------------	-----

M.2 ドライブの交換	151
-------------	-----

PCIe アダプターの交換	155
---------------	-----

分電盤の交換	167
--------	-----

プロセッサの交換	173
----------	-----

システム・ボードの交換	192
-------------	-----

トレイ・カバーの交換	219
------------	-----

TCM/TPM アダプターの交換 (中国本土専用)	221
---------------------------	-----

ウォーター・ループの交換	238
--------------	-----

DWCトレイの交換	253
-----------	-----

部品交換の完了	256
---------	-----

第4章. 問題判別	257
-----------	-----

イベント・ログ	257
---------	-----

イベント・ログの収集	259
------------	-----

Lightpath 診断	260
--------------	-----

パワー・サプライ LED	261
--------------	-----

システム・ボード LED	262
--------------	-----

ファン電源制御 (FPC) モジュール	264
---------------------	-----

ドリップ・センサー LED	265
---------------	-----

一般的な問題判別の手順	266
-------------	-----

電源が原因と思われる問題の解決	266
-----------------	-----

イーサネット・コントローラーが原因と思われる問題の解決	267
-----------------------------	-----

症状別トラブルシューティング	268
----------------	-----

電源オンおよび電源オフの問題	268
----------------	-----

メモリーの問題	269
---------	-----

ハードディスク・ドライブの問題	271
-----------------	-----

水漏れの問題	272
--------	-----

モニターおよびビデオの問題	276
---------------	-----

キーボード、マウス、KVM スイッチまたは USB デバイスの問題	277
-----------------------------------	-----

オプションのデバイスの問題	278
---------------	-----

シリアル・デバイスの問題	279
--------------	-----

再現性の低い問題	279
----------	-----

ネットワークの問題	280
-----------	-----

目視で確認できる問題	281
------------	-----

ソフトウェアの問題 . . . . .	283	重要事項 . . . . .	290
<b>付録 A. ヘルプおよび技術サポートの 入手 . . . . .</b>	<b>285</b>	粒子汚染 . . . . .	290
依頼する前に . . . . .	285	通信規制の注記 . . . . .	291
サービス・データの収集 . . . . .	286	電波障害自主規制特記事項 . . . . .	292
サポートへのお問い合わせ . . . . .	287	台湾 BSMI RoHS 宣言 . . . . .	292
<b>付録 B. 注記 . . . . .</b>	<b>289</b>	台湾の輸出入お問い合わせ先情報 . . . . .	292
商標 . . . . .	290	<b>索引 . . . . .</b>	<b>295</b>



---

## 安全について

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

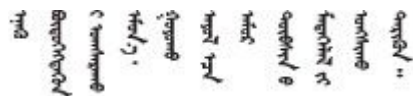
A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་  
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་མེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen  
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

## 安全検査のチェックリスト

ソリューションで危険をもたらす可能性のある状況を識別するには、このセクションの情報を使用します。各マシンには、設計され構築された時点で、ユーザーとサービス技術員を障害から保護するために義務づけられている安全装置が取り付けられています。

注：この製品は、職場規則の §2 に従って、視覚的なディスプレイ作業場での使用には適していません。

### 警告：

この装置は、NEC、IEC 62368-1 および IEC 60950-1、および電子機器 (オーディオ/ビデオ、情報および通信テクノロジー分野に属するもの) の安全基準に定められているように、訓練を受けた担当員のみが設置および保守できます。Lenovo では、お客様が装置の保守を行う資格を持っており、製品の危険エネルギー・レベルを認識する訓練を受けていることを想定しています。装置へのアクセスにはツール、ロック、鍵、またはその他のセキュリティー手段を使用して行われ、その場所に責任を持つ認証機関によって制御されます。

重要：オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、ソリューションの接地が必要です。電源コンセントの適切な接地は、認定電気技術員により検証できます。

危険をもたらす可能性のある状況がないことを確認するには、次のチェックリストを使用します。

1. 電源がオフになっていて、電源コードが切断されていることを確認します。
2. 電源コードを検査します。
  - 接地線を含む 3 線式の電源コードのコネクターが良好な状態であるかどうか。3 線式接地線の導通が、外部接地ピンとフレーム・アース間を計器で測定して、0.1 オーム以下であることを確認します。
  - 電源コードが、正しいタイプのものであるか。  
サーバーで使用できる電源コードを参照するには、次のようにします。
    - a. 以下に進みます。  
<http://dcsc.lenovo.com/#!/>
    - b. 「Preconfigured Model (事前構成モデル)」または「Configure to order (注文構成製品)」をクリックします。

- c. コンフィギュレーター・ページを表示するサーバーのマシン・タイプとモデルを入力します。
  - d. すべての電源コードを表示するには、「Power (電源)」 → 「Power Cables (電源ケーブル)」をクリックします。
- 絶縁体が擦り切れたり摩耗していないか。
3. 明らかに Lenovo によるものでない改造個所をチェックします。Lenovo 以外の改造個所の安全については適切な判断を行ってください。
  4. 金属のやすりくず、汚れ、水やその他の液体、あるいは火災や煙による損傷の兆候など、明らかに危険な状況でないか、ソリューションの内部をチェックします。
  5. 磨耗したケーブル、擦り切れたケーブル、または何かではさまれているケーブルがないかをチェックします。
  6. パワー・サプライ・カバーの留め金具 (ねじまたはリベット) が取り外されたり、不正な変更がされていないことを確認します。



## 第 1 章 概要

ThinkSystem SD650 Neptune DWC トレイおよび DW612 Neptune DWC エンクロージャー は、大容量ネットワーク・トランザクション処理に対応するように設計された、6U ソリューションです。このソリューションには、分散エンタープライズおよびハイパー・コンバージド・ソリューション用にスケーラブルな高密度プラットフォームを提供するように設計された最大 6 つの SD650 トレイを搭載できる単一のエンクロージャーが含まれています。

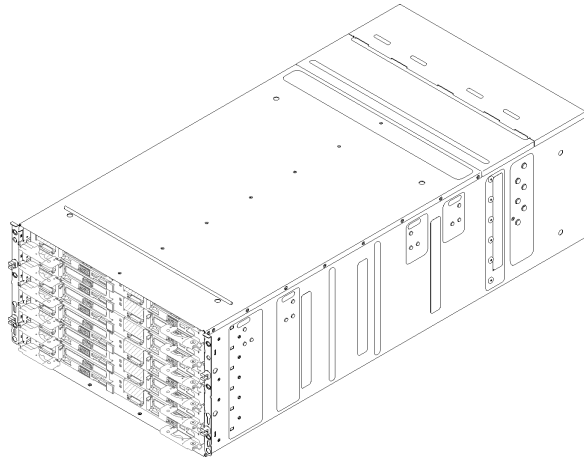


図 1. 6 つの SD650 トレイが取り付けられているエンクロージャー

このソリューションには限定保証が適用されます。保証に関する詳細については、次を参照してください。

<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310>

お客様固有の保証に関する詳細については、次を参照してください。

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

## 仕様

以下は、ご使用のソリューションの機能と仕様を要約したものです。ご使用のモデルによっては、使用できない機能があったり、一部の仕様が該当しない場合があります。

### エンクロージャーの仕様

表 1. エンクロージャーの仕様

仕様	説明
電源	6 個のホット・スワップ AC パワー・サプライをサポート <ul style="list-style-type: none"><li>• 1300 ワット AC</li><li>• 1500 ワット AC</li><li>• 2000 ワット AC</li></ul> <b>重要：</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. エンクロージャーのパワー・サプライと冗長パワー・サプライは、電源定格、ワット数、または効率性レベルが同じである必要があります。</li></ol>

表 1. エンクロージャーの仕様 (続き)

仕様	説明
	<p>2. 240 V DC のパワー・サプライはホット・スワップできません。電源コードを取り外すには、ブレーカー・パネルでサーバーの電源がオフになっていること、または DC 電源が切断されていることを確認します。</p> <p>3. DC 環境でも AC 環境でも ThinkSystem 製品にエラーが発生しないようにするには、IEC 60364-1 (2005) 規格に準拠した TN-S 接地システムが内蔵されているか、取り付けられている必要があります。</p>
ファン電源制御 (FPC) モジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ホット・スワップ可能</li> </ul>
寸法	<p>6U エンクロージャー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 高さ: 263.3 mm (10.37 インチ)</li> <li>• 奥行き: 914.5 mm (36 インチ)</li> <li>• 幅: 447 mm (17.6 インチ)</li> <li>• 重量: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 完全構成 (スタンドアロン): 約 135.5 kg (298 lbs)</li> <li>– 空のエンクロージャー (ミッドプレーン、FPC、およびケーブルを取り付けた状態): 約 25 kg (55 lbs)</li> </ul> </li> </ul>
音響放出ノイズ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 操作時: 7.0 ベル</li> <li>• アイドル時: 6.5 ベル</li> </ul> <p>注:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 次の測定値は、空冷の最悪のケースです。水冷の結果は大幅に小さくなります。</li> <li>• 公称音響ノイズ・レベルは、指定された構成に基づいており、構成および状況の変更によって変化する場合があります。</li> <li>• 高出力 NIC、高出力プロセッサおよび GPU などの高出力コンポーネントが取り付けられている場合、公称音響ノイズ・レベルは大幅に増加する場合があります。</li> </ul>
発熱量 (消費電力)	<p>概算発熱量:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最小構成 (最小構成トレイ 1 つ): 433 BTU/時間 (127 ワット)</li> <li>• 最小構成 (最大構成トレイ 6 つ): 40946 BTU/時間 (12000 ワット)</li> </ul>
電源入力	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 正弦波入力 (50 から 60 Hz) 必須</li> <li>• 入力電圧範囲: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 最小: 200 V AC</li> <li>– 最大: 240 V AC</li> </ul> </li> </ul>
水の要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 最小水流量: エンクロージャーあたり 6.0 リットル/分、エンクロージャーあたり 6 トレイの計算トレイあたり 1.0 lpm を想定 (1 トレイは 2 つの計算ノードで構成) <ul style="list-style-type: none"> <li>– 205 W 未満のプロセッサの場合: エンクロージャーあたり 6.0 リットル/分、エンクロージャーあたり 6 トレイの計算トレイあたり 1.0 lpm を想定 (1 トレイは 2 つの計算ノードで構成)</li> </ul> </li> <li>• 最大圧力: 4.4 bar</li> </ul> <p>注: システム側冷却ループを最初に満たすために必要な水は、脱イオン水、逆浸透水、脱イオン水または蒸留水のような、無菌で無菌の水 (&lt;100 CFU/ml) でなければなりません。水は、インライン 50 ミクロンフィルター (約 288 メッシュ) でろ過する必要があります。水は、抗生物学的および腐食防止手段で処理する必要があります。</p>

## トレイの仕様

表 2. トレイの仕様

仕様	説明
サイズ	<p>トレイ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>高さ: 41.0 mm (1.6 インチ)</li> <li>奥行き: 742.0 mm (29.2 インチ)</li> <li>幅: 438.0 mm (17.25 インチ)</li> <li>質量見積もり: 17.2 kg (38 lb)</li> </ul>
環境	<p>SD650 トレイ は、ASHRAE クラス A2 仕様に準拠しています。 SD650 トレイ は、以下の環境でサポートされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>水温: <ul style="list-style-type: none"> <li>作動時: ASHRAE クラス W4: 2 ~ 45 °C (35.6 ~ 113 °F)</li> </ul> <p>注: SD650 トレイ は、特殊構成の場合とデータ・センターの動作条件を十分に満たすエンド・ユーザーの場合、最大 50°C に対応します。詳しくは、Lenovo の営業担当員にお問い合わせください。</p> </li> <li>室温: <ul style="list-style-type: none"> <li>作動時: ASHRAE クラス A2: 10 ~ 35 °C (50 ~ 95 °F)。標高が 900 m (2953 ft) を超えると、標高 300 m (984 フィート) ごとに最大周囲温度値が 1 °C (1.8 °F) 低下します。</li> <li>ソリューション・オフ: 5 ~ 45 °C (41 ~ 113 °F)</li> <li>配送時または保管時: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140 °F)</li> </ul> </li> <li>最大高度: 3048 m (10,000 ft)</li> <li>相対湿度 (結露なし): <ul style="list-style-type: none"> <li>作動時: <ul style="list-style-type: none"> <li>ASHRAE クラス A2: 8% ~ 80%、最大露点: 21°C (70°F)</li> </ul> </li> <li>配送時/保管時: 8% ~ 90%</li> </ul> </li> <li>粒子汚染: <p>浮遊微小粒子や反応性ガスは、単独で、あるいは湿気や気温など他の環境要因と組み合わせられることで、ソリューションにリスクをもたらす可能性があります。微粒子およびガスの制限に関する情報は、<a href="#">290 ページの「粒子汚染」</a>を参照してください。</p> <p>注: このソリューションは標準データ・センター環境向けに設計されており、産業データ・センターに配置することが推奨されます。</p> </li> </ul>

## ノードの仕様

表 3. ノードの仕様

仕様	説明
プロセッサ (モデルによって異なる)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ノードあたり最大 2 つの Intel Xeon シリーズ・マルチコア・プロセッサをサポート (1 つのトレイは 2 つのノードで構成)</li> <li>レベル 3 キャッシュ</li> </ul> <p>注:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ノード内のプロセッサのタイプと速度を判別するには、Setup Utility プログラムを使用します。</li> <li>サポートされるプロセッサのリストについては、<a href="https://serverproven.lenovo.com/">https://serverproven.lenovo.com/</a>を参照してください。</li> </ol>

表 3. ノードの仕様 (続き)

仕様	説明
	<p>3. 特定のプロセッサが取り付けられており、UEFI ブート・モードがレガシーに設定されている場合、オンボードのギガビット・イーサネット・ポートからの PXE ブートは期待通りに機能せず、サポートされません。該当するプロセッサは、Omni Path ファブリックが組み込まれたすべてのプロセッサです。これらは、モデル名の末尾に F が付いたプロセッサ・モデルで、次のプロセッサ・モデルが含まれます (ただしこれに限定されません)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Xeon Gold 6126F プロセッサ</li> <li>• Intel Xeon Gold 6130F プロセッサ</li> <li>• Intel Xeon Gold 6138F プロセッサ</li> <li>• Intel Xeon Gold 6142F プロセッサ</li> <li>• Intel Xeon Gold 6148F プロセッサ</li> <li>• Intel Xeon Platinum 8160F プロセッサ</li> <li>• Intel Xeon Platinum 8176F プロセッサ</li> </ul>
メモリー	<p>メモリーの構成およびセットアップについて詳しくは、「セットアップ・ガイド」の「メモリー・モジュール取り付け順序」を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• スロット: ノードあたり 12 個の DIMM スロット + 4 個の DC Persistent Memory Module (DCPMM) スロット (1 個のトレイは 2 個のノードで構成されています)</li> <li>• 最小: 8 GB (プロセッサあたり 1 個の DDR4 DIMM)</li> <li>• 最大: 768 GB <ul style="list-style-type: none"> <li>– 384 GB (12 x 32 GB RDIMM)</li> <li>– 768 GB (12 x 64GB LRDIMM)</li> </ul> </li> <li>• 最大: メモリー・モードで 2.384 TB (4 x 512GB DCPMM + 12 x 32GB RDIMM)</li> <li>• タイプ: <ul style="list-style-type: none"> <li>– PC4-21300 (dual-rank)、2,933 MT/秒、error correcting code (ECC)、double-data-rate 4 (DDR4) registered DIMM (RDIMM) または load reduced DIMM (LRDIMM)</li> <li>– DC Persistent Memory Module (DCPMM)</li> </ul> </li> <li>• サポート (モデルによって異なります): <ul style="list-style-type: none"> <li>– 8 GB、16 GB、および 32 GB サイズの DIMM</li> <li>– 64 GB LRDIMM</li> <li>– 128 GB、256 GB、および 512 GB DCPMM</li> </ul> </li> </ul>
ドライブ・ベイ	<p>ノードあたり 2.5 型シンプル・スワップ SATA/NVMe ドライブベイを 2 つまでサポートします (1 つのトレイは 2 つのノードで構成)。  <b>注意:</b> 原則として、512 バイトの標準ドライブと 4 KB の拡張ドライブを同一の RAID アレイで混用しないでください。このような構成にすると、パフォーマンスの問題が生じる可能性があります。  次の 2.5 型シンプル・スワップ・ドライブをサポートします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ノードあたり 2 つの 2.5 型 7 mm SATA ソリッド・ステート・ドライブ (1 つのトレイは 2 つのノードで構成)</li> <li>• ノードあたり 1 つの 2.5 型 15 mm SATA/NVMe ハードディスク・ドライブ/ソリッド・ステート・ドライブ (1 つのトレイは 2 つのノードで構成)</li> </ul>



表 3. ノードの仕様 (続き)

仕様	説明
M.2 ドライブ/バックプレーン	<p>ThinkSystem M.2 ミラーリング対応イネーブルメント・キットには、最大 2 台の同一 M.2 ドライブをサポートするデュアル M.2 バックプレーンが含まれています。M.2 ドライブの 2 種類の物理サイズをサポートします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 42 mm (2242)</li> <li>• 80 mm (2280)</li> </ul> <p>サポートされる M.2 ドライブ構成については、152 ページの「M.2 バックプレーンへの M.2 ドライブの取り付け」を参照してください。</p>
RAID	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ソフトウェア RAID は、SATA ストレージの RAID レベル 0 および 1 をサポート</li> <li>• M.2 SSD の RAID レベル 1 に対するオンボード・ハードウェア RAID サポートの統合</li> </ul>
ビデオ・コントローラー (Lenovo XClarity Controller に内蔵)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASPEED</li> <li>• SVGA 互換ビデオ・コントローラー</li> <li>• Avocent デジタル・ビデオ圧縮</li> <li>• ビデオ・メモリーは拡張不可</li> </ul> <p>注：最大ビデオ解像度は 60 Hz で 1920 x 1200 です。</p>
入出力 (I/O) 機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 前面パネル</li> <li>• KVM ブレークアウト・ケーブル・コネクタ</li> <li>• Intel DCI 機能付き STD USB 3.0 コネクタ 1 個</li> <li>• Lenovo XClarity Controller アクセス用の共有 NIC 機能を備えた 1GbE イーサネット・コネクタ 1 個</li> <li>• Lenovo XClarity Controller アクセス専用の 1GbE イーサネット・コネクタ 1 個</li> </ul>
オペレーティング・システム	<p>サポートおよび認定オペレーティング・システムは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Windows Server</li> <li>• VMware ESXi</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux</li> <li>• SUSE Linux Enterprise Server</li> </ul> <p>参照:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 利用可能なオペレーティング・システムの全リスト: <a href="https://lenovopress.lenovo.com/osig">https://lenovopress.lenovo.com/osig</a></li> <li>• OS デプロイメント手順: 「セットアップ・ガイド」の「オペレーティング・システムのデプロイ」を参照してください。</li> </ul>
デバッグのための最小構成	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n1200 エンクロージャー x 1</li> <li>• SD650 デュアル・ノード DWC トレイ x 1 (2 個のコンピューター・ノードを含む)</li> <li>• 特定のノード上のロケーション 1 にあるプロセッサ x 1</li> <li>• CFF v2 パワー・サプライ x 1 (任意のタイプ)</li> <li>• 特定のノードの DIMM x 1 (任意のタイプ)</li> <li>• ディスク x 1 (任意のタイプ) (デバッグ用に OS が必要な場合)</li> </ul>

## 既存の NeXtScale nx360 M5 から ThinkSystem SD650 へのアップグレード

以下のエンクロージャーの要件は、既存の NeXtScale nx360 M5 を SD650 にアップグレードする場合は必須です。

注意：Lenovo プロフェッショナル・サービス - データ・センター・サービスのみがアップグレード作業を実行できます。

- すべてのファームウェアを最新レベルに更新
- 流量が調整されるのは、205 W プロセッサが取り付けられている場合のみです。205 W プロセッサを搭載している場合は、給水流量をトレイごとに毎分 1.25 リットルに増やしてください。

---

## ファームウェア更新

ソリューションのファームウェア更新には、いくつかのオプションを使用できます。

以下にリストされているツールを使用してご使用のサーバーの最新のファームウェアおよびサーバーに取り付けられているデバイスを更新できます。

- ファームウェアの更新に関するベスト・プラクティスは、以下のサイトで入手できます。
  - <http://lenovopress.com/LP0656>
- 最新のファームウェアは、以下のサイトにあります。
  - <http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650-dwc-dual-node-tray/7x58/downloads>
- 製品に関する通知を購読して、ファームウェア更新を最新の状態に保つことができます。
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/solutions/ht509500>

### 更新方法の用語

- **インバンド更新。**サーバーのコア CPU で稼働するオペレーティング・システム内のツールまたはアプリケーションを使用してインストールまたは更新が実行されます。
- **アウト・オブ・バンド更新。**Lenovo XClarity Controller が更新を収集してから、ターゲット・サブシステムまたはデバイスに更新を指示することで、インストールまたは更新が実行されます。アウト・オブ・バンド更新では、コア CPU で稼働するオペレーティング・システムに依存しません。ただし、ほとんどのアウト・オブ・バンド操作では、サーバーが S0 (稼働) 電源状態である必要があります。
- **オン・ターゲット更新。**サーバーのオペレーティング・システムで稼働するオペレーティング・システムからインストールまたは更新が実行されます。
- **オフ・ターゲット更新。**サーバーの Lenovo XClarity Controller と直接やり取りするコンピューティング・デバイスからインストールまたは更新が実行されます。
- **UpdateXpress System Packs (UXSP)。**UXSP は、互いに依存するレベルの機能、パフォーマンス、互換性を提供するように設計されテストされたバンドル更新です。UXSP は、サーバーのマシン・タイプ固有であり、特定の Windows Server、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) および SUSE Linux Enterprise Server (SLES) オペレーティング・システム・ディストリビューションをサポートするように (ファームウェアおよびデバイス・ドライバの更新で) 作成されています。マシン・タイプ固有ファームウェア専用の UXSP も使用できます。

### ファームウェア更新ツール

ファームウェアのインストールとセットアップに使用する最適な Lenovo ツールを判別するには、次の表を参照してください。

ツール	サポートされる更新方法	コア・システム・ファームウェア更新	I/O デバイス・ファームウェア更新	グラフィカル・ユーザー・インターフェース	コマンド・ライン・インターフェース	UXSP のサポート
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	インバンド <sup>2</sup> オン・ターゲット	√		√		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	アウト・オブ・バンド オフ・ターゲット	√	選択された I/O デバイス	√		
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	インバンド アウト・オブ・バンド オン・ターゲット オフ・ターゲット	√	すべての I/O デバイス		√	√
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	インバンド アウト・オブ・バンド オン・ターゲット オフ・ターゲット	√	すべての I/O デバイス	√		√
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	インバンド アウト・オブ・バンド オフ・ターゲット	√	すべての I/O デバイス	√ (BoMC アプリケーション)	√ (BoMC アプリケーション)	√
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	インバンド <sup>1</sup> アウト・オブ・バンド <sup>2</sup> オフ・ターゲット	√	すべての I/O デバイス	√		√
VMware vCenter 用 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	アウト・オブ・バンド オフ・ターゲット	√	選択された I/O デバイス	√		

ツール	サポートされる更新方法	コア・システム・ファームウェア更新	I/O デバイス・ファームウェア更新	グラフィカル・ユーザー・インターフェース	コマンド・ライン・インターフェース	UXSP のサポート
Microsoft Windows Admin Center 用 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	インバンド アウト・オブ・バンド  オン・ターゲット  オフ・ターゲット	✓	すべての I/O デバイス	✓		✓
Microsoft System Center Configuration Manager 用 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	インバンド オン・ターゲット	✓	すべての I/O デバイス	✓		✓
<b>注：</b> 1. I/O ファームウェア更新の場合。 2. BMC および UEFI ファームウェア更新の場合。						

#### • Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Provisioning Manager から、Lenovo XClarity Controller ファームウェア、UEFI ファームウェア、Lenovo XClarity Provisioning Manager ソフトウェアを更新できます。

**注：**サーバーを起動して画面の指示に従って指定されたキーを押すと、デフォルトでは、Lenovo XClarity Provisioning Manager グラフィカル・ユーザー・インターフェースが表示されます。このデフォルトをテキスト・ベースのシステム・セットアップに変更した場合は、テキスト・ベースのシステム・セットアップ・インターフェースからグラフィカル・ユーザー・インターフェースを起動できます。

Lenovo XClarity Provisioning Manager を使用したファームウェアの更新に関する追加情報については、以下を参照してください。

<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> にある、ご使用のサーバーと互換性のある LXPM に関する資料の「ファームウェア更新」セクション

**重要：**Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) でサポートされるバージョンは、製品によって異なります。本書では、特に指定がない限り、Lenovo XClarity Provisioning Manager のすべてのバージョンを Lenovo XClarity Provisioning Manager および LXPM と記載します。ご使用のサーバーでサポートされる LXPM バージョンを確認するには、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> にアクセスしてください。

#### • Lenovo XClarity Controller

特定の更新をインストールする必要がある場合、特定のサーバーに Lenovo XClarity Controller インターフェースを使用できます。

**注：**

- Windows または Linux でインバンド更新を実行するには、オペレーティング・システム・ドライバがインストールされており、Ethernet-over-USB (LAN over USB と呼ばれることもあります) インターフェースが有効になっている必要があります。

Ethernet over USB の構成に関する追加情報については、以下を参照してください。

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料のバージョンの「Ethernet over USB の構成」セクション

- Lenovo XClarity Controller を経由してファームウェアを更新する場合は、サーバーで実行されているオペレーティング・システム用の最新のデバイス・ドライバがダウンロードおよびインストールされていることを確認してください。

Lenovo XClarity Controller を使用したファームウェアの更新に関する追加情報については、以下を参照してください。

<https://pubs.lenovo.com/lxccc-overview/> にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「サーバー・ファームウェアの更新」セクション

**重要：**Lenovo XClarity Controller (XCC) でサポートされるバージョンは、製品によって異なります。本書では、特に指定がない限り、Lenovo XClarity Controller のすべてのバージョンを Lenovo XClarity Controller および XCC と記載します。ご使用のサーバーでサポートされる XCC バージョンを確認するには、<https://pubs.lenovo.com/lxccc-overview/> にアクセスしてください。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI は、Lenovo サーバーを管理するために使用するコマンド・ライン・アプリケーションのコレクションです。その更新のアプリケーションを使用してサーバーのファームウェアおよびデバイス・ドライバを更新することができます。更新は、サーバー(インバンド)のホスト・オペレーティング・システム内で、またはサーバー(アウト・オブ・バンド)の BMC を介してリモートで実行できます。

Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用したファームウェアの更新に関する追加情報については、以下を参照してください。

[https://pubs.lenovo.com/lxccc-onecli/onecli\\_c\\_update](https://pubs.lenovo.com/lxccc-onecli/onecli_c_update)

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress は、グラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI) を介して OneCLI のほとんどの更新機能を提供します。これを使用して、UpdateXpress System Pack (UXSP) 更新パッケージおよび個別の更新を取得してデプロイします。UpdateXpress System Packs には、Microsoft Windows と Linux のファームウェアおよびデバイス・ドライバの更新が含まれます。

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress は、次の場所から入手できます。

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator を使用して、ファームウェア更新の適用、VPD の更新、インベントリおよび FFDC 収集、高度なシステム構成、FoD キー管理、安全な消去、RAID 構成、サポートされるサーバーでの診断に適したブート可能メディアを作成することができます。

Lenovo XClarity Essentials BoMC は、以下の場所から入手できます。

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator を使用して複数のサーバーを管理している場合は、このインターフェースを使用してすべての管理対象サーバーでファームウェアを更新できます。ファームウェア管理は管理対象エンドポイントに対してファームウェア・コンプライアンス・ポリシーを割り当てることによって簡略化されます。コンプライアンス・ポリシーを作成して管理対象エンドポイントに割り当てると、Lenovo XClarity Administrator はこれらのエンドポイントに対するインベントリの変更を監視し、コンプライアンス違反のエンドポイントにフラグを付けます。

Lenovo XClarity Administrator を使用したファームウェアの更新に関する追加情報については、以下を参照してください。

[http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update\\_fw.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html)

- **Lenovo XClarity Integrator 製品**

Lenovo XClarity Integrator 製品は、VMware vCenter、Microsoft Admin Center、または Microsoft System Center などの特定のデプロイメントインフラで使用されるソフトウェアに、Lenovo XClarity Administrator およびお使いのサーバーの管理機能を統合することができます。

Lenovo XClarity Integrator を使用したファームウェアの更新に関する追加情報については、以下を参照してください。

<https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/>

## LAN over USB インターフェースの手動構成

Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用してオペレーティング・システムを使用したファームウェア更新を実行するには、Lenovo XClarity Controller が LAN over USB インターフェースを使用するように構成されている必要があります。必要に応じて、ファームウェア更新パッケージは自動的にセットアップの実行を試行します。自動セットアップが失敗した場合、あるいは LAN over USB を手動でセットアップする場合は、以下のいずれかの手順を使用します。

Lenovo XClarity Controller を使用した LAN over USB の有効化に関する追加情報は、以下から入手できます。

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

## LAN over USB の Windows デバイス・ドライバのインストール

Windows オペレーティング・システムをインストールする場合、「デバイス マネージャ」に不明な RNDIS デバイスがリストされることがあります。Lenovo は、このデバイスを識別するための Windows INF ファイルを提供します。

ibm\_rndis\_server\_os.inf を取り付けるには、次の手順で行います。

注：これらの手順は、計算ノードで Windows オペレーティング・システムが稼働しており、ibm\_rndis\_server\_os.inf ファイルがまだインストールされていない場合にのみ実行する必要があります。このファイルをインストールする必要があるのは一度のみです。このファイルは、Windows オペレーティング・システムが LAN over USB の機能を検出および使用するために必要です。

- ステップ 1. 「管理ツール」 → 「コンピュータの管理」 → 「デバイス マネージャー」の順にクリックし、RNDIS デバイスを見つけます。「プロパティ」 → 「ドライバ」 → 「ドライバの再インストール」をクリックします。ソリューションの\Windows\inf ディレクトリー (ibm\_rndis\_server\_os.inf ファイルを検出できるディレクトリー) を指定して、デバイスをインストールします。
- ステップ 2. 「管理ツール」 → 「デバイス マネージャー」の順にクリックします。「ネットワーク・アダプター」を右クリックし、「ハードウェア変更のスキャン」を選択します。イーサネット・デバイスが検出および取り付けられたことを確認する小さなポップアップが表示されます。「新しいハードウェアの検出ウィザード」が自動的に開始します。
- ステップ 3. 「Can Windows connect to Windows Update to search for software?」というプロンプトが表示されたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択します。「次へ」をクリックして先に進みます。
- ステップ 4. 「What do you want the wizard to do?」というプロンプトが表示されたら、「一覧または特定の場所からインストールする (詳細)」を選択します。「次へ」をクリックして先に進みます。
- ステップ 5. 「Please choose your search and installation options」というプロンプトが表示されたら、「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択します。「次へ」をクリックして先に進みます。
- ステップ 6. 「Select a hardware type, and then click Next」というプロンプトが表示されたら、「ネットワーク・アダプター」を選択します。「次へ」をクリックして先に進みます。
- ステップ 7. 「Completing the Found New Hardware Wizard」というメッセージのプロンプトが表示されたら、「終了」をクリックします。新規のローカル・エリア接続が表示されます。「This connection has limited or no connectivity」というメッセージが表示された場合は、このメッセージを無視してください。
- ステップ 8. 「デバイス マネージャ」に戻ります。「ネットワーク・アダプター」の下に「Lenovo USB リモート NDIS ネットワーク デバイス」が表示されます。



ステップ 9. Lenovo XClarity Controller インターフェースを使用して、LAN アダプターの IP アドレスを表示または設定します。

Lenovo XClarity Controller を使用した LAN over USB の構成に関する追加情報は、以下から入手できます。


<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

---

## 技術ヒント

Lenovo では、サーバーで発生する可能性がある問題を解決するためにお客様が利用できる最新のヒントやテクニックを、サポートの Web サイトで常時更新しています。技術ヒント (RETAIN tip または Service Bulletin と呼ばれます) では、サーバーの動作に関する問題を回避または解決する手順について説明しています。

ご使用のサーバーで利用可能な技術ヒントを検索するには:

1. <http://datacentersupport.lenovo.com> にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
2. ナビゲーション・ウィンドウでドキュメント・アイコン  をクリックします。
3. ドロップダウン・メニューから、「ドキュメントの種類」→「ソリューション」をクリックします。画面に表示される指示に従って、発生している問題のカテゴリを選択します。

---

## セキュリティ・アドバイザリー

Lenovo は、お客様とお客様のデータを保護するために、最高のセキュリティ基準に準拠した製品およびサービスを開発することをお約束しています。潜在的な脆弱性が報告された場合は、Lenovo 製品セキュリティ・インシデント対応チーム (PSIRT) が責任をもって調査し、お客様にご報告します。そのため、解決策の提供に向けた作業の過程で軽減計画が制定される場合があります。

現行のアドバイザリーのリストは、次のサイトで入手できます。

[https://datacentersupport.lenovo.com/product\\_security/home](https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home)

---

## ノードの電源をオンにする

トレイがエンクロージャに差し込まれると、各ノードは短時間のセルフテストを実行します (電源 LED はすばやく点滅 - 毎秒 4 回)。セルフテストが正常に完了すると、ノードはスタンバイ状態に入ります (電源 LED は 1 秒に 1 回ゆっくりと点滅)。

### S002



#### 警告:

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

次のいずれかの方法で、各ノードの電源をオン (電源 LED が点灯) にできます。

- 電源ボタンを押します。

- 停電の後、ノードを自動的に再起動させることができます。
- ノードは、Lenovo XClarity Controller に送信されるリモート・パワーオン要求に応答できます。

ノードの電源オフについては、[12 ページの「ノードの電源をオフにする」](#)を参照してください。

---

## ノードの電源をオフにする

電源に接続されているときは、各ノードはスタンバイ状態を維持し、Lenovo XClarity Controller がリモートのパワーオン要求に応答できるようになっています。

ノード (電源ステータス LED オフ) からすべての電力を除去するには、トレイをエンクロージャーから取り外す必要があります。

注：これにより、両方のノードからすぐに電力が除去されます。

ソリューションをスタンバイ状態にするには (電源状況 LED が 1 秒に 1 回点滅):

注：Lenovo XClarity Controller は、重大なシステム障害への自動的な応答としてソリューションをスタンバイ状態にできます。

- オペレーティング・システムを使用して正常シャットダウンを開始します (この機能がオペレーティング・システムでサポートされている場合)。
- 電源ボタンを押して正常シャットダウンを開始します (オペレーティング・システムでサポートされている場合)。
- 電源ボタンを 4 秒以上押して、強制的にシャットダウンします。

スタンバイ状態では、ソリューションは Lenovo XClarity Controller に送信されるリモート・パワーオン要求に応答できます。ソリューションの電源オンについては、[11 ページの「ノードの電源をオンにする」](#)を参照してください。



## 第2章 ソリューション・コンポーネント

ソリューションに関連する各コンポーネントについての説明は、このセクションの情報を使用します。

### ご使用のコンポーネントの識別

Lenovo のサービスやサポートを受ける場合に、マシン・タイプ、モデル、およびシリアル番号の情報は、技術担当者がお客様のコンポーネントを特定して迅速なサービスをご提供するのに役立ちます。

エンクロージャー・マシン・タイプ、モデル番号、シリアル番号は、次の図に示すように、エンクロージャー前面にあるエンクロージャー・ラベルに記載してあります。

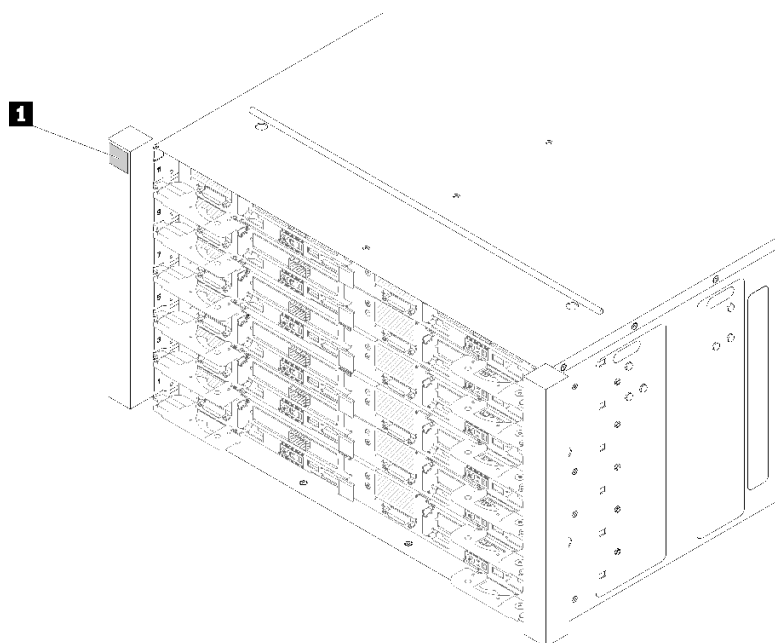


図2. エンクロージャー前面のエンクロージャー・ラベル

表4. エンクロージャー前面のエンクロージャー・ラベル

<b>1</b> エンクロージャー・ラベル
-----------------------

トレイ・マシン・タイプ、モデル番号、シリアル番号は、次の図に示すように、トレイ前面にあるトレイ・ラベルに記載してあります。

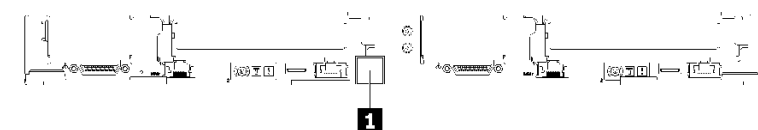


図3. トレイ前面のトレイ・ラベル

表5. トレイ前面のトレイ・ラベル

<b>1</b> トレイ・ラベル
------------------

## QR コード

さらに、システム・サービス・ラベルがトレイ・カバーの内側にあり、サービス情報にモバイル・アクセスするためのクイック・リファレンス (QR) コードも記載されています。モバイル・デバイスで QR コード読み取りアプリケーションを使用して QR コードをスキャンすると、サービス情報 Web ページにすぐにアクセスできます。サービス情報 Web ページでは、追加情報として部品の取り付けや交換用のビデオ、およびソリューション・サポートのためのエラー・コードが提供されます。

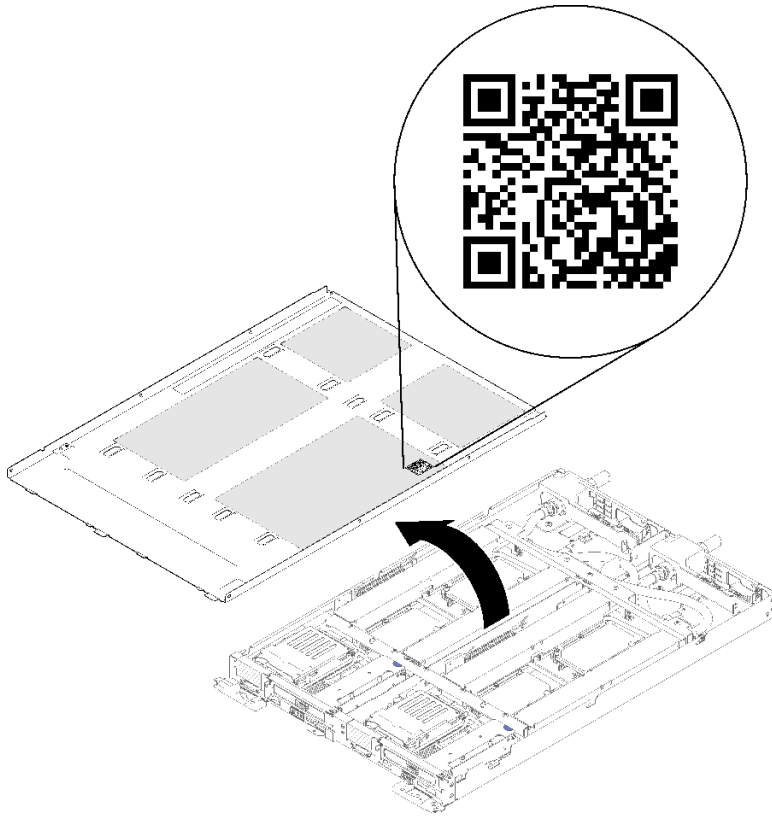


図4. サービス・ラベルと QR コード

## ネットワーク・アクセス・タグ

両方のノードの Lenovo XClarity Controller ネットワーク・アクセス情報は、トレイの前面にあるプル・アウト情報タグに示されています。プル・アウト・タグの情報をを使用して、各ノードの XCC MAC アドレスと LLA にアクセスできます。左側のノード情報は左側にあり、右側のノード情報は右側にあります。情報タグは、ホスト名、システム名、インベントリー・バーコードなど、独自のノード・ラベル情報にも使用できます。

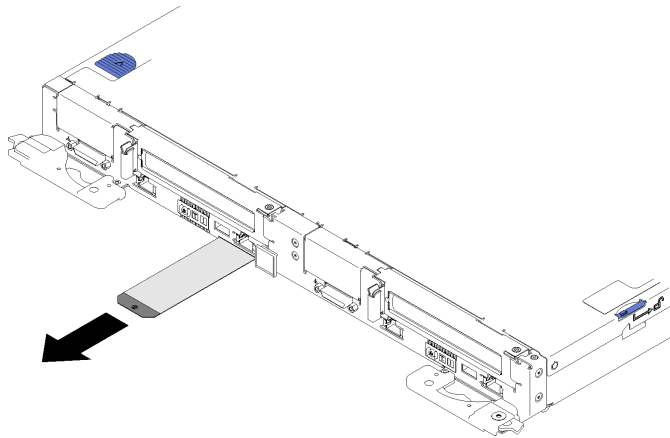


図5. プル・アウト・タグに関するネットワーク・アクセス情報

## 前面図

次の図は、ソリューションの前面にあるコントロール、LED、およびコネクタを示したものです。

## エンクロージャー

注：本書の図は、ご使用のハードウェアと多少異なる場合があります。

エンクロージャーは、最大6個のトレイをサポートします。

次の図に、エンクロージャー内に取り付けられている6つのトレイを示します。

スロット番号は、エンクロージャーの両側に示されています。

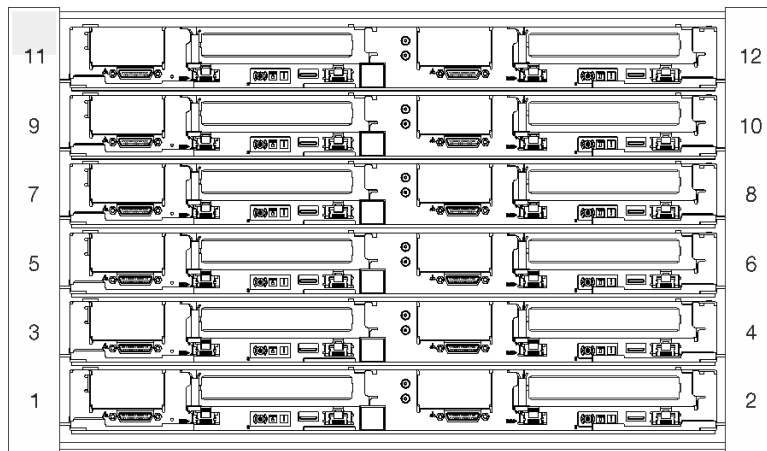


図6. エンクロージャー

## トレイ

次の図は、ご使用の各トレイの前面にあるコントロール、LED、およびコネクタを示したものです。

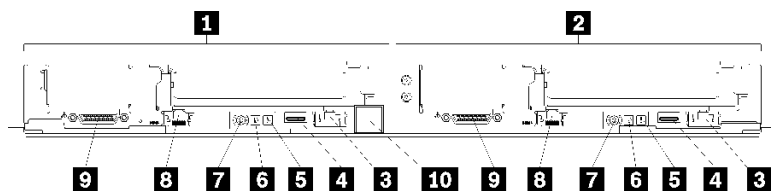


図7. トレイ

表 6. トレイ・インジケーター、コントロール、およびコネクタ

<b>1</b> 左側のノード (ベイ番号奇数)	<b>6</b> 識別 LED
<b>2</b> 右側のノード (ベイ番号偶数)	<b>7</b> 電源ボタン/LED
<b>3</b> Lenovo XClarity Controller アクセス用の専用 LAN RJ45 ポート	<b>8</b> Lenovo XClarity Controller にアクセスするための共有 NIC 機能を備えたイーサネット RJ45 ポート
<b>4</b> USB 3.0 コネクタ	<b>9</b> KVM ブレークアウト・ケーブル・コネクタ
<b>5</b> システム・エラー LED	<b>10</b> トレイ・ラベル

## 背面図

次の図は、エンクロージャー背面にあるコンポーネントを示しています。

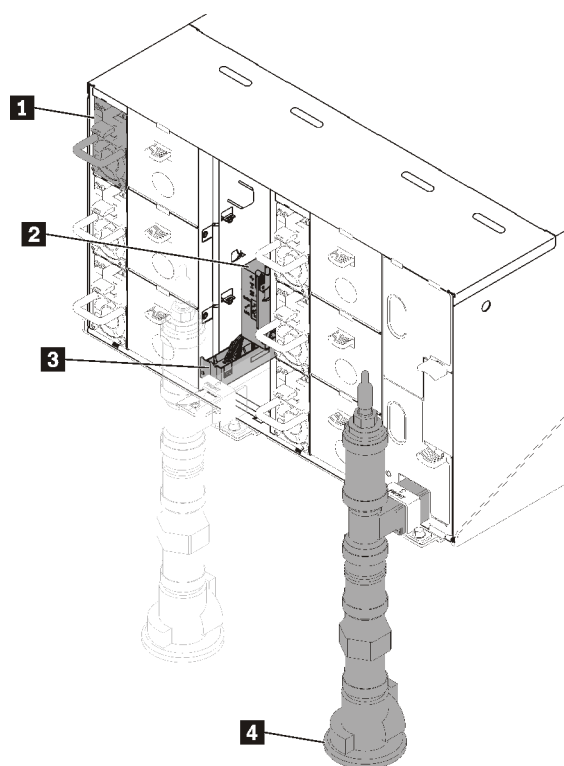


図8. 背面図

表 7. 背面図

<b>1</b> パワー・サプライ	<b>3</b> ドリップ・センサー・アセンブリー
<b>2</b> ファンと電源制御モジュール	<b>4</b> 多岐管

## ファン電源制御 (FPC) モジュール

次の図は、FPC モジュール上のコネクタおよび LED を示しています。

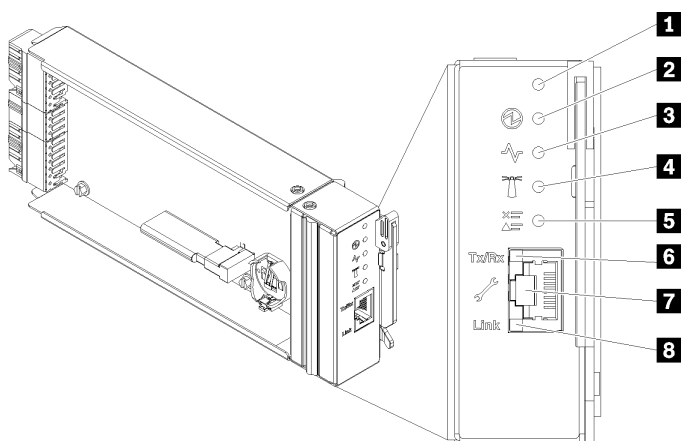


図 9. FPC コネクタおよび LED

表 8. FPC コネクタおよび LED

<b>1</b> リセット・ボタン穴	<b>5</b> チェック・ログ LED (黄色)
<b>2</b> 電源 LED (緑色)	<b>6</b> イーサネット・ポート活動 (RJ-45) LED (緑色)
<b>3</b> 活動 LED (緑色)	<b>7</b> FPC 管理アクセスの専用イーサネット・ポート
<b>4</b> 識別 LED (青色)	<b>8</b> イーサネット・ポート・リンク (RJ-45) LED (緑色)

**1** リセット・ボタン: 1 ~ 4 秒間ボタンを押して FPC をリブートします。4 秒以上押すと FPC がリブートされ、デフォルト設定がロードされます。

**2** 電源 LED: この LED (緑色) が点灯している場合、FPC に電力が供給されていることを示します。

**3** 活動 LED: この LED が点灯 (緑色) しているときは、FPC がアクティブでエンクロージャーを制御していることを示します。

**4** 識別 LED: この LED が点灯 (青色) している場合、ラックのエンクロージャー の場所を示します。

**5** チェック・ログ LED: この LED が点灯している場合 (黄色)、システム・エラーが発生したことを示しています。FPC イベント・ログを調べて、追加情報があるかどうか確認してください。

**6** イーサネット・ポート活動 (RJ-45) LED: この LED が点滅 (緑色) しているときは、管理ネットワーク上にリモート管理およびコンソール (イーサネット) ポートを介したアクティビティがあることを示しています。

**7** FPC 管理アクセス専用イーサネット・ポート: このコネクタを使用して FPC 管理にアクセスします。

**8** イーサネット・ポート・リンク (RJ-45) LED: この LED が点滅 (緑色) しているときは、管理ネットワーク上にリモート管理およびコンソール (イーサネット) ポートを介したアクティブ接続があることを示しています。

## パワー・サプライ

ThinkSystem DW612 Neptune DWC エンクロージャー・タイプ 7D1L は、6 個のオートレンジ・パワー・サプライをサポートします。

パワー・サプライは、200 - 240 V AC 給電部から電力供給を受け、AC 入力を 12 V 出力に変換します。パワー・サプライは、入力電圧範囲内でのオートレンジに対応しています。エンクロージャーには共通の電源ドメインが 1 つ存在し、システム・ミッドプレーン経由でそれぞれの DWC トレイ とモジュールに電源を配分します。

AC の冗長性は、独立した AC 回路間で AC 電源コードの接続を分配することによって実現します。

それぞれのパワー・サプライに、ファンとコントローラーが内蔵されています。パワー・サプライ・コントローラーの電源は、ミッドプレーン経由で電源を供給しているいずれかの取り付け済みパワー・サプライによって供給できます。

**注意:** パワー・サプライには冷却ファンが内蔵されています。ファンの排気口をふさがないでください。

パワー・サプライのタイプ、エンクロージャーの電源負荷、または選択したエンクロージャーの電源ポリシーに関係なく、6 個のパワー・サプライをすべて取り付ける必要があります。

ThinkSystem DW612 Neptune DWC エンクロージャー・タイプ 7D1L は、入力電圧が低いパワー・サプライと入力電圧が高いパワー・サプライの混用をサポートしません。例えば、200 - 240 V AC パワー・サプライが給電しているエンクロージャーに、入力電圧が 100 - 127 V AC パワー・サプライを取り付けると、100 - 127 V パワー・サプライの電源はオンになりません。100 - 127 V AC パワー・サプライが給電しているエンクロージャーにも同じ制限が適用されます。100 - 127 V AC パワー・サプライが給電しているエンクロージャーに 200 - 240 V AC パワー・サプライを取り付けると、200 - 240 V AC パワー・サプライの電源はオンになりません。

次の図は、パワー・サプライを示しています。

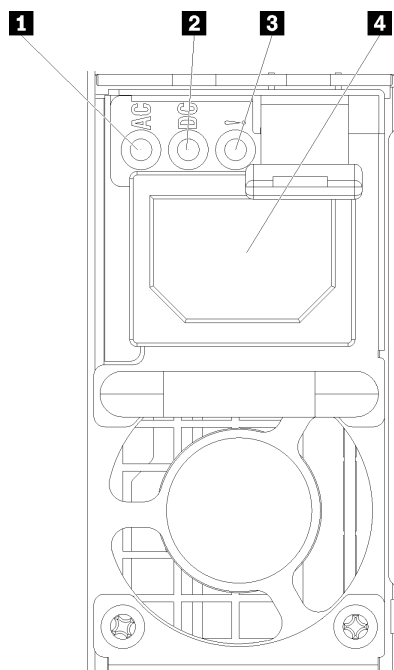


図 10. パワー・サプライ LED とコネクタ

<b>1</b> 入力 (AC) 電源 LED (緑色)	<b>3</b> パワー・サプライ・エラー LED (黄色)
<b>2</b> 出力 (DC) 電源 LED (緑色)	

それぞれのパワー・サプライに、次の 3 つの LED が備わっています。

**1 AC 電源 LED (緑色):** この LED が点灯 (緑色) している場合は、パワー・サプライに AC 電源が供給されていることを示しています。

**2 DC 電源 LED (緑色):** この LED が点灯 (緑色) している場合は、パワー・サプライからエンクロージャーのミッドプレーンに DC 電源が供給されていることを示しています。

**3 パワー・サプライ・エラー LED (黄色):** この LED (黄色) が点灯しているときは、パワー・サプライに障害が起こったことを示します。

注：パワー・サプライから AC 電源コードを抜く場合、またはエンクロージャーからパワー・サプライを取り外す場合は、事前に残りのパワー・サプライの容量がエンクロージャー内のすべてのコンポーネントに必要な最小消費電力を満たしているかどうかを確認してください。

## システム・ボードのレイアウト

このセクションの図は、ノードのシステム・ボードにあるコネクタとスイッチに関する情報を示しています。

### システム・ボードの内部コネクタ

次の図で、システム・ボード上の内部コネクタを示します。

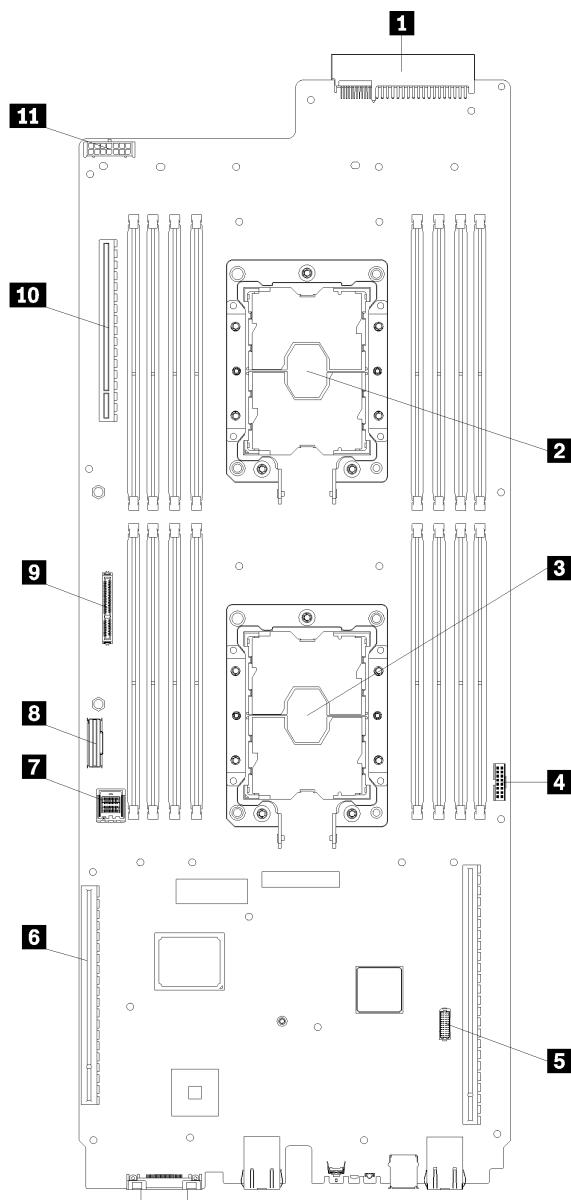


図 11. システム・ボード上の内部コネクタ

表 9. システム・ボード上の内部コネクタ

<b>1</b> 分電盤コネクタ	<b>7</b> バックプレーン・ミニ SAS コネクタ
<b>2</b> プロセッサ 2	<b>8</b> バックプレーン・スリムライン・コネクタ
<b>3</b> プロセッサ 1	<b>9</b> M.2 コネクタ
<b>4</b> Trusted Cryptographic Module (TCM) コネクタ	<b>10</b> GPU カード・コネクタ
<b>5</b> IFT アダプター補助コネクタ	<b>11</b> ドライブ電源コネクタ
<b>6</b> ML2 PCIe スロット・コネクタ	

下図は、システム・ボード上の DIMM コネクタの位置を示しています。



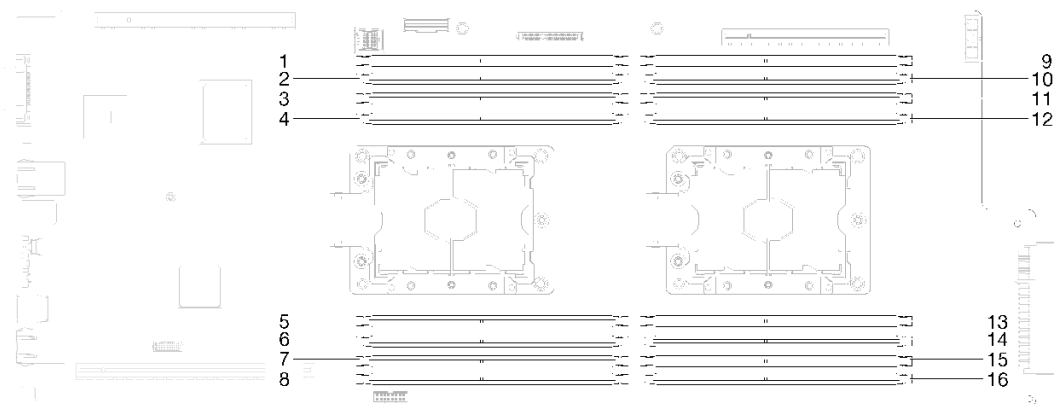


図12. システム・ボード上の DIMM コネクタの位置

## システム・ボード LED

次の図は、システム・ボード上の発光ダイオード (LED) を示しています。

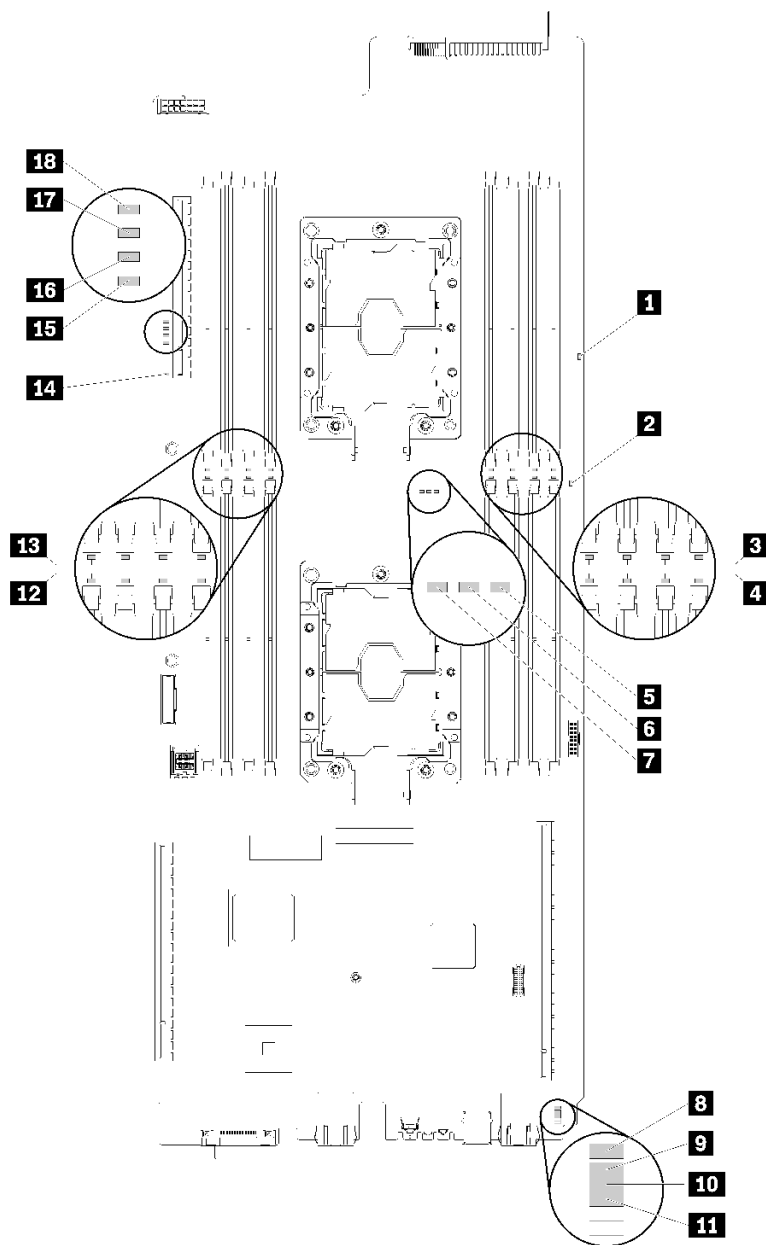


図 13. システム・ボード LED

表 10. システム・ボード LED

<b>1</b> Lightpath 電源 LED (緑色)	<b>10</b> LAN 診断 LED (黄色)
<b>2</b> ノード電源エラー LED (黄色)	<b>11</b> PCIe 1 エラー LED (黄色)
<b>3</b> DIMM 13-16 エラー LED (黄色)	<b>12</b> DIMM 1-4 エラー LED (黄色)
<b>4</b> DIMM 5-8 エラー LED (黄色)	<b>13</b> DIMM 9-12 エラー LED (黄色)
<b>5</b> プロセッサー 2 LED (黄色)	<b>14</b> スロット 4 エラー LED (黄色)
<b>6</b> プロセッサー・ミスマッチ LED (黄色)	<b>15</b> ドライブ 0 エラー LED (黄色)
<b>7</b> プロセッサー 1 LED (黄色)	<b>16</b> ドライブ 1 エラー LED (黄色)

表 10. システム・ボード LED (続き)

<b>8</b> Lenovo XClarity Controller 8051 ハートビート LED (緑色)	<b>17</b> Drive 2 エラー LED (黄色)
<b>9</b> バッテリー・エラー LED (黄色)	<b>18</b> ドライブ 3 エラー LED (黄色)

## システム・ボード・スイッチ

以下の図でスイッチについての位置と説明を示します。

重要：

1. スイッチ・ブロックに透明な保護ステッカーが張られている場合、スイッチにアクセスするためにステッカーを取り除いて廃棄する必要があります。
2. システム・ボード上のスイッチ・ブロックまたはジャンパー・ブロックのうち、本書の図に示されていないものは予約済みです。

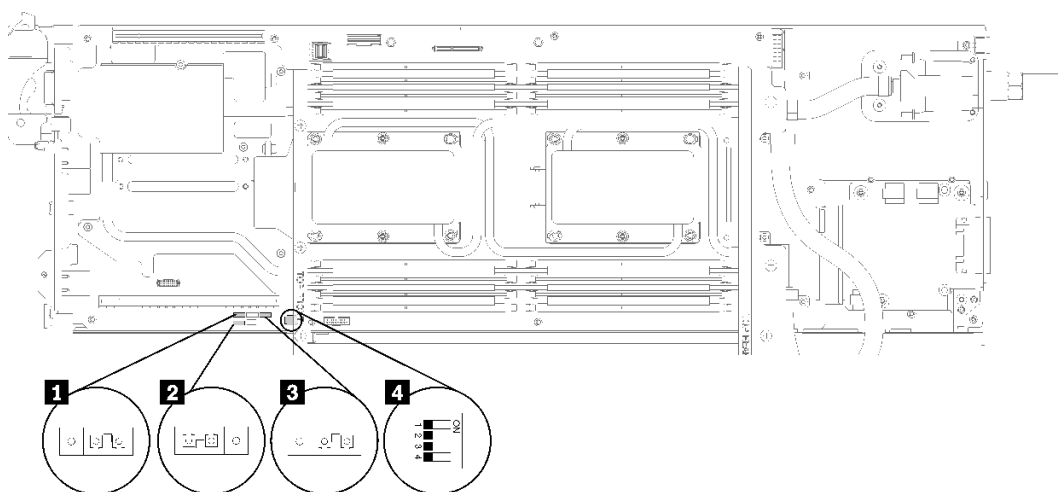


図 14. システム・ボード上のスイッチ、ジャンパー、およびボタンの位置

以下の表は、システム・ボード上のジャンパーについて説明しています。

表 11. ジャンパーの定義

ジャンパー名	説明
<b>1</b> 低セキュリティ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ピン 1 および 2: 低セキュリティを無効にする (デフォルト)。</li> <li>• ピン 2 および 3: 低セキュリティを有効にする。</li> </ul>
<b>2</b> CMOS をクリア	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ピン 1 と 2: CMOS データの保持 (デフォルト)。</li> <li>• ピン 2 と 3: CMOS データのクリア。</li> </ul>
<b>3</b> シリアル選択	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ピン 1 と 2: シリアル入出力 (SIO) を前面シリアル・ポートに送信する (デフォルト)。</li> <li>• ピン 2 と 3: XCC をシリアル・ポートに送信する。</li> </ul>

表 12. スイッチの定義

スイッチ名	スイッチ番号	スイッチ名	使用方法の説明	
<b>4</b> PCH スイッチ・ブロック - PCHSW1	1	マシン・エンジン (ME) ファームウェア・セキュリティのオーバーライド	ジャンパーによる ME の更新。	通常 (デフォルト)
	2	ME ファームウェアの更新	強制更新モード。	通常 (デフォルト)
	3	パスワード・オーバーライド	始動パスワードをオーバーライドします。	通常 (デフォルト)
	4	Trusted Platform Module (TPM) 物理プレゼンス	システム TPM に対して物理プレゼンスを示します。	通常 (デフォルト)

**重要：**

1. スイッチの設定を変更する、あるいはジャンパーを移動する前には、ソリューションの電源をオフにしてください。次に、すべての電源コードおよび外部ケーブルを切り離してください。  
[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)、33 ページの「取り付けのガイドライン」、36 ページの「静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い」、および12 ページの「ノードの電源をオフにする」に記載されている情報を確認してください。
2. システム・ボード上のスイッチ・ブロックまたはジャンパー・ブロックのうち、本書の図に示されていないものは予約済みです。

## 内部ケーブルの配線

ソリューション内の一部のコンポーネントには、内部ケーブルとケーブル・コネクターがあります。

注：ケーブルをシステム・ボードから切り離す場合は、ケーブル・コネクターのすべてのラッチ、リリース・タブ、あるいはロックを解放します。ケーブルを取り外す前にそれらを解除しないと、システム・ボード上のケーブル・ソケット (壊れやすいものです) が損傷します。ケーブル・ソケットが損傷すると、システム・ボードの交換が必要になる場合があります。

IFT プロセッサなど一部のオプションでは、追加で内部配線が必要になる場合があります。そのオプション用に提供されているドキュメントを参照して、追加配線の要件および手順を判別してください。

## 2.5 型ドライブ・モデル

次の図は、2.5 型ドライブ・モデルのケーブルの配線を示しています。

## 1x2.5 型ドライブ・モデル

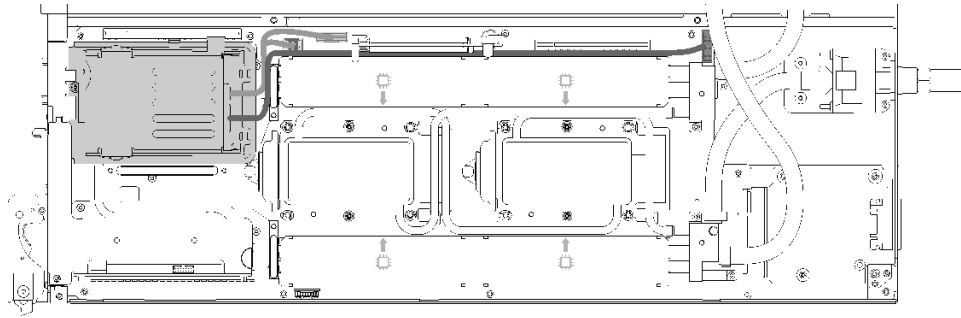


図 15. ケーブル配線 - 1x2.5 型ドライブ・モデル

## 2x2.5 型ドライブ・モデル

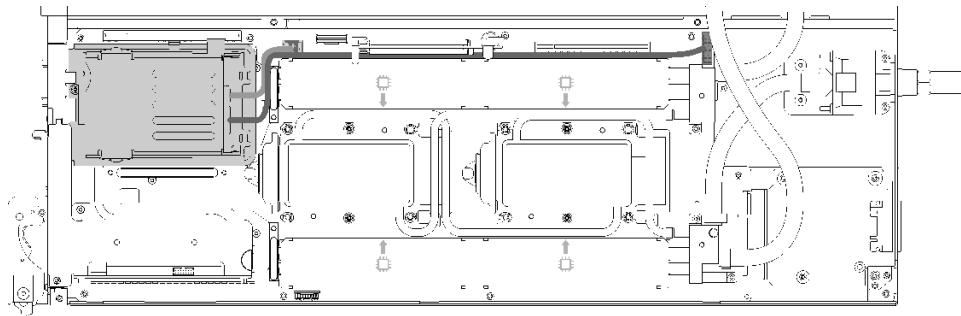


図 16. ケーブル配線 - 2x2.5 型ドライブ・モデル

## Internal Faceplate Transition (IFT) アダプター

次の図は、Internal Faceplate Transition (IFT) アダプターの配線を示しています。

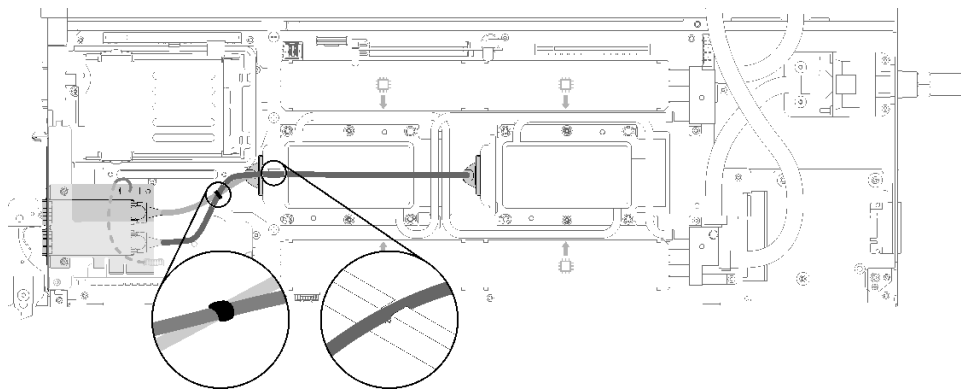


図 17. ケーブル配線 - Internal Faceplate Transition (IFT) アダプター

## 部品リスト

部品リストを使用して、ソリューションで使用できる各コンポーネントを識別します。

26 ページの 図 18「エンクロージャーのコンポーネント」に記載されている部品の注文について詳しくは、以下を参照してください。

1. <http://datacentersupport.lenovo.com> にアクセスしてご使用のソリューションのサポート・ページに移動します。
2. 「Service Parts (サービス部品)」をクリックします。
3. ご使用のソリューションの部品リストを表示するにはシリアル番号を入力します。

注：モデルによっては、ご使用のソリューションの外観は、図と若干異なる場合があります。

### • エンクロージャーのコンポーネント

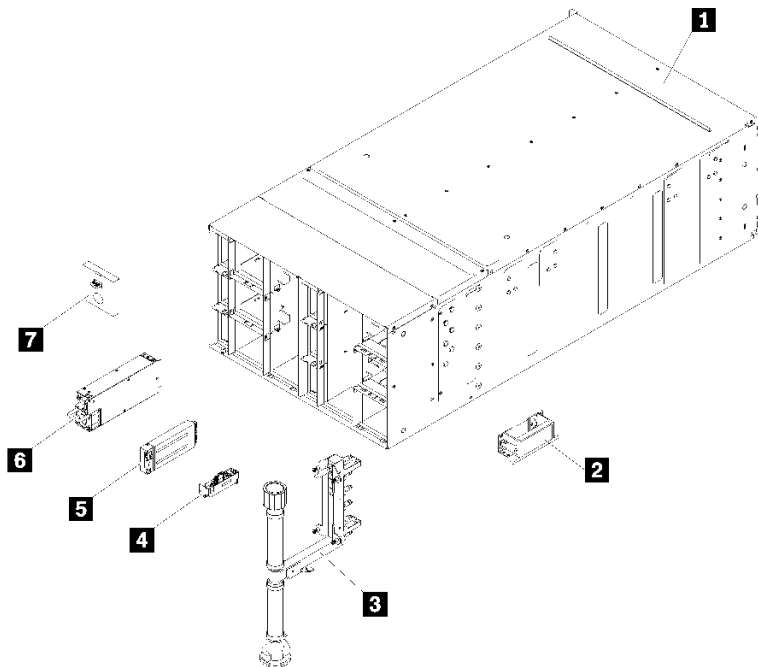


図 18. エンクロージャーのコンポーネント

次の表にリストした部品は、次のいずれかとして識別されます。

- Tier 1 の、お客様での取替え可能部品 (CRU): Lenovo が Tier 1 と指定する CRU の交換はお客様ご自身の責任で行っていただきます。サービス契約がない場合に、お客様の要請により Lenovo が Tier 1 CRU の取り付けを行った場合は、その料金を請求させていただきます。
- Tier 2 のお客様での取替え可能部品 (CRU): Lenovo が Tier 2 と指定する CRU は、お客様ご自身で取り付けることができますが、対象のソリューションに関して指定された保証サービスの種類に基づき、追加料金なしで Lenovo に取り付け作業を依頼することもできます。
- 現場交換可能ユニット (FRU): FRU の取り付け作業は、トレーニングを受けたサービス技術員のみが行う必要があります。
- 消耗部品および構造部品: 消耗部品および構造部品 (カバーやベゼルなどのコンポーネント) の購入および交換はお客様の責任で行っていただきます。お客様の要請により Lenovo が構成部品の入手または取り付けを行った場合は、サービス料金を請求させていただきます。

表 13. 部品リスト

番号	説明	Tier 1 CRU	Tier 2 CRU	FRU	消耗部品 および構 造部品
<p>26 ページの 図 18 「エンクロージャーのコンポーネント」に記載されている部品の注文について詳しくは、以下を参照してください。</p> <p><a href="http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sd650-dwc-dual-node-tray/7x58/parts">http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sd650-dwc-dual-node-tray/7x58/parts</a></p> <p>新しい部品を購入する前に、Lenovo Capacity Planner を使用してサーバーの電力要約データを確認することを強くお勧めします。</p>					
<b>1</b>	6U エンクロージャー・アセンブリー			✓	
<b>2</b>	リフト・ハンドル	✓			
<b>3</b>	多岐管アセンブリー			✓	
<b>4</b>	ドリップ・センサー・アセンブリー			✓	
<b>5</b>	ファンと電源制御モジュール モジュール	✓			
<b>6</b>	電源	✓			
<b>7</b>	ファン・モジュール・フィルター	✓			

- DWC トレイ のコンポーネント

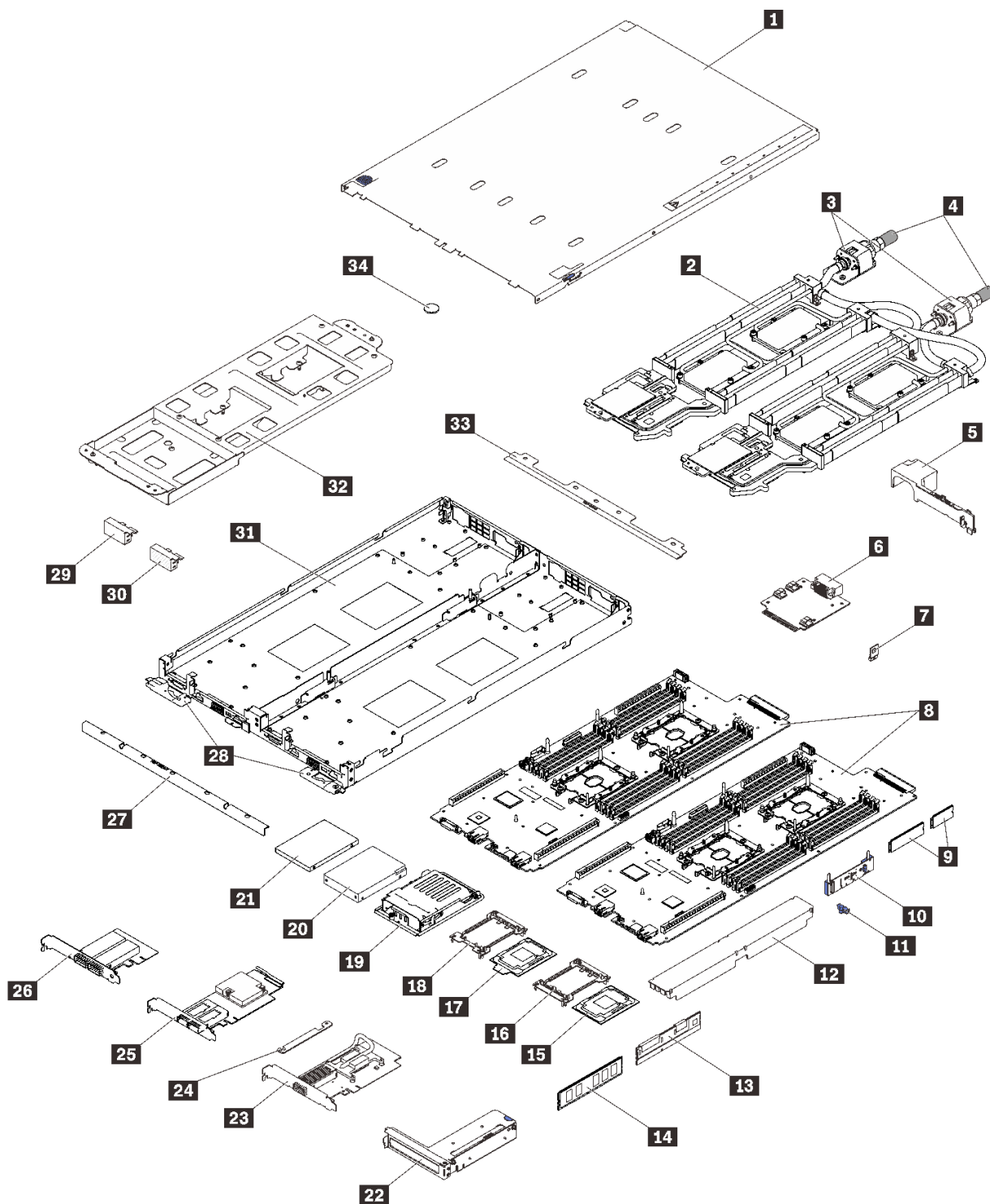


図 19. DWC トレイ のコンポーネント



表 14. 部品リスト

番号	説明	Tier 1 CRU	Tier 2 CRU	FRU	消耗部品および構造部品
<p>28 ページの 図 19 「DWCトレイ・コンポーネント」に記載されている部品の注文の詳細:</p> <p><a href="http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sd650-dwc-dual-node-tray/7x58/parts">http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sd650-dwc-dual-node-tray/7x58/parts</a></p> <p>新しい部品を購入する前に、Lenovo Capacity Planner を使用してサーバーの電力要約データを確認することを強くお勧めします。</p>					
1	トレイ・カバー			✓	
2	ウォーター・ループ			✓	
3	クイック接続			✓	
4	クイック接続プラグ・カバー				✓
5	エアー・バッフル				✓
6	分電盤			✓	
7	Trusted Cryptographic Module (TCM)			✓	
8	システム・ボード			✓	
9	M.2 ドライブ (42 mm と 80 mm)			✓	
10	M.2 バックプレーン			✓	
11	M.2 保持クリップ			✓	
12	DIMM カバー				✓
13	DCPMM		✓		
14	DIMM		✓		
15	プロセッサ			✓	
16	プロセッサ・クリップ				✓
17	Fabric プロセッサ			✓	
18	Fabric プロセッサ・クリップ				✓
19	ドライブ・ケージ			✓	
20	2.5 型ドライブ (15mm)	✓			
21	2.5 型ドライブ (7mm)	✓			
22	PCIe ライザー・カード・アセンブリー			✓	
23	CX5 EDR アダプター			✓	
24	保持クリップ				✓
25	OPA アダプター			✓	
26	IFT アダプター			✓	
27	前面クロス・ブレース				✓
28	DWCトレイ リリース・ラッチ			✓	
29	穴のないブランク・ベゼル・フィラー				✓
30	穴のあるブランク・ベゼル・フィラー				✓

表 14. 部品リスト (続き)

番号	説明	Tier 1 CRU	Tier 2 CRU	FRU	消耗部品および構造部品
<b>31</b>	DWC トレイ			✓	
<b>32</b>	ウォーター・ループ・キャリア			✓	
<b>33</b>	背面クロス・ブレース				✓
<b>34</b>	CMOS バッテリー (CR2032)				✓

## 電源コード

サーバーが設置されている国および地域に合わせて、複数の電源コードを使用できます。

サーバーで使える電源コードを参照するには、次のようにします。

1. 以下に進みます。

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

2. 「Preconfigured Model (事前構成モデル)」または「Configure to order (注文構成製品)」をクリックします。
3. コンフィギュレーター・ページを表示するサーバーのマシン・タイプとモデルを入力します。
4. すべての電源コードを表示するには、「Power (電源)」 → 「Power Cables (電源ケーブル)」をクリックします。

注：

- 本製品を安全に使用するために、接地接続機構プラグ付き電源コードが提供されています。感電事故を避けるため、常に正しく接地されたコンセントで電源コードおよびプラグを使用してください。
- 米国およびカナダで使用する本製品の電源コードは、Underwriter's Laboratories (UL) によってリストされ、Canadian Standards Association (CSA) によって認可されています。
- 115 ボルト用の装置には、次の構成の、UL 登録、CSA 認定の電源コードをご使用ください。最小 18 AWG、タイプ SVT または SJT、3 線コード、最大長 4.5 m (15 フィート)、平行ブレード型、15 アンペア 125 ボルト定格の接地端子付きプラグ。
- 230 ボルト (米国における) 用の装置には、次の構成の、UL 登録、CSA 認定の電源コードをご使用ください。最小 18 AWG、タイプ SVT または SJT、3 線コード、最大長 4.5 m (15 フィート)、タンデム・ブレード型、15 アンペア 250 ボルト定格の接地端子付きプラグ。
- 230 ボルト (米国以外における) 用の装置には、接地端子付きプラグを使用した電源コードをご使用ください。これは、装置を使用する国の安全についての適切な承認を得たものでなければなりません。
- 特定の国または地域用の電源コードは、通常その国または地域でだけお求めいただけます。



---

## 第 3 章 ハードウェア交換手順

このセクションでは、保守可能なすべてのシステム・コンポーネントの取り付けおよび取り外し手順について説明します。各コンポーネントの交換手順では、交換するコンポーネントにアクセスするために実行する必要がある作業に触れています。

部品の注文について詳しくは、以下を参照してください。

<http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sd650-dwc-dual-node-tray/7x58/parts>

注：ファームウェアが含まれているアダプターなどの部品を交換する場合は、その部品のファームウェアも更新する必要があります。ファームウェアの更新について詳しくは、[6 ページの「ファームウェア更新」](#)を参照してください。

---

### 取り付けのガイドライン

サーバーにコンポーネントを取り付ける前に、取り付けのガイドラインをお読みください。

オプションのデバイスを取り付ける前に、以下の注意をよくお読みください。

注意：静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

- 作業時の安全を確保するために、安全情報およびガイドラインをお読みください。
  - すべての製品の安全情報の完全なリストは、以下の場所で入手できます。  
[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)
  - 以下のガイドラインも同様に入手できます。[36 ページの「静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い」](#)および [36 ページの「電源オンされているソリューションの内部での作業」](#)。
- 取り付けるコンポーネントがご使用のサーバーによってサポートされていることを確認します。サーバーでサポートされているオプションのコンポーネントのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com/> を参照してください。
- 新規のサーバーを取り付ける場合は、最新のファームウェアをダウンロードして適用してください。既知の問題が対処され、ご使用のサーバーが最適なパフォーマンスで動作するようになります。ご使用のサーバー用のファームウェア更新をダウンロードするには、[ThinkSystem SD650 Neptune DWC トレイおよび DW612 Neptune DWC エンクロージャー ドライバーおよびソフトウェア](#)にアクセスしてください。

**重要：**一部のクラスター・ソリューションには、特定のコード・レベルまたは調整されたコード更新が必要です。コンポーネントがクラスター・ソリューションの一部である場合は、コードを更新する前に、最新レベルのコードがクラスター・ソリューションでサポートされていることを確認してください。

- オプションのコンポーネントを取り付ける場合は、サーバーが正しく作動していることを確認してから取り付けてください。
- 作業スペースは清潔に保ち、取り外したコンポーネントは、振動したり傾いたりしない平らで滑らかな平面に置いてください。
- 自分 1 人では重すぎるかもしれない物体を持ち上げようとしないでください。重い物体を持ち上げる必要がある場合は、以下の予防措置をよくお読みください。
  - 足元が安定しており、滑るおそれがないことを確認します。
  - 足の間でオブジェクトの重量が同量になるよう分散します。

- ゆっくりと力を入れて持ち上げます。重い物体を持ち上げるときは、決して身体を急に動かしたり、ひねったりしないでください。
- 背筋を痛めないよう、脚の筋肉を使用して立ち上がるか、押し上げるようにして持ち上げます。
- サーバー、モニター、およびその他のデバイス用に、適切に接地されたコンセントの数量が十分にあることを確認してください。
- ディスク・ドライブに関連した変更を行う前に、重要なデータをバックアップしてください。
- 小型のマイナス・ドライバー、小型のプラス・ドライバー、および T8 TORX ドライバーを用意します。
- システム・ボードおよび内部コンポーネントのエラー LED を表示するには、電源をオンのままにしてください。
- ホット・スワップ・パワー・サプライ、ホット・スワップ・ファン、またはホット・プラグ USB デバイスを取り外したり、取り付けたりするために、サーバーの電源をオフにする必要はありません。ただし、アダプター・ケーブルの取り外しや取り付けが必要なステップを実行する場合は、前もってサーバーの電源をオフにする必要があります。また、ライザー・カードの取り外しや取り付けが必要なステップを実行する場合は、前もってサーバーから電源を切り離しておく必要があります。
- コンポーネント上の青色は、コンポーネントをサーバーから取り外したり、取り付けたり、あるいはラッチの開閉などを行う際につかむことができるタッチ・ポイントを示します。
- コンポーネント上の赤茶色の表示、またはコンポーネント上やその付近にあるオレンジ色のラベルは、そのコンポーネントがホット・スワップ可能であることを示しています。サーバーとオペレーティング・システムがホット・スワップ機能をサポートしていれば、サーバーの稼働中でもそのコンポーネントの取り外しや取り付けを行うことができます。(オレンジのラベルは、ホット・スワップ・コンポーネントのタッチ・ポイントも示しています)。特定のホット・スワップ・コンポーネントの取り外しまたは取り付けを行う前に、そのコンポーネントの取り外しまたは取り付けに関して行う可能性があるすべての追加指示を参照してください。
- ドライブのリリース・ラッチの隣にある赤い帯は、サーバーおよびオペレーティング・システムがホット・スワップ機能をサポートしている場合、そのドライブがホット・スワップ可能であることを示します。つまり、サーバーを稼働させたままドライブの取り外しまたは取り付けが可能です。

注：ドライブの取り外しまたは取り付けを行う前に、ホット・スワップ・ドライブの取り外しまたは取り付けについてシステム固有の指示を参照し、追加手順が必要かどうかを確認してください。

- サーバーでの作業が終わったら、必ずすべての安全シールド、ガード、ラベル、および接地ワイヤーを再取り付けしてください。

## 安全検査のチェックリスト

ソリューションで危険をもたらす可能性のある状況を識別するには、このセクションの情報を使用します。各マシンには、設計され構築された時点で、ユーザーとサービス技術員を障害から保護するために義務づけられている安全装置が取り付けられています。

注：この製品は、職場規則の §2 に従って、視覚的なディスプレイ作業場での使用には適していません。

### 警告：

この装置は、NEC、IEC 62368-1 および IEC 60950-1、および電子機器 (オーディオ/ビデオ、情報および通信テクノロジー分野に属するもの) の安全基準に定められているように、訓練を受けた担当員のみが設置および保守できます。Lenovo では、お客様が装置の保守を行う資格を持っており、製品の危険エネルギー・レベルを認識する訓練を受けていることを想定しています。装置へのアクセスにはツール、ロック、鍵、またはその他のセキュリティ手段を使用して行われ、その場所に責任を持つ認証機関によって制御されます。

重要：オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、ソリューションの接地が必要です。電源コンセントの適切な接地は、認定電気技術員により検証できます。

危険をもたらす可能性のある状況がないことを確認するには、次のチェックリストを使用します。

1. 電源がオフになっていて、電源コードが切断されていることを確認します。
2. 電源コードを検査します。
  - 接地線を含む3線式の電源コードのコネクターが良好な状態であるかどうか。3線式接地線の導通が、外部接地ピンとフレーム・アース間を計器で測定して、0.1 オーム以下であることを確認します。
  - 電源コードが、正しいタイプのものであるか。  
サーバーで使用する電源コードを参照するには、次のようにします。
    - a. 以下に進みます。  
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
    - b. 「Preconfigured Model (事前構成モデル)」または「Configure to order (注文構成製品)」をクリックします。
    - c. コンフィギュレーター・ページを表示するサーバーのマシン・タイプとモデルを入力します。
    - d. すべての電源コードを表示するには、「Power (電源)」→「Power Cables (電源ケーブル)」をクリックします。
  - 絶縁体が擦り切れたり摩耗していないか。
3. 明らかに Lenovo によるものでない改造個所をチェックします。Lenovo 以外の改造個所の安全については適切な判断を行ってください。
4. 金属のやすりくず、汚れ、水やその他の液体、あるいは火災や煙による損傷の兆候など、明らかに危険な状況でないか、ソリューションの内部をチェックします。
5. 磨耗したケーブル、擦り切れたケーブル、または何かではさまれているケーブルがないかをチェックします。
6. パワー・サプライ・カバーの留め金具(ねじまたはリベット)が取り外されたり、不正な変更がされていないことを確認します。

## システムの信頼性に関するガイドライン

適切なシステム冷却および信頼性を確保するために、システムの信頼性に関するガイドラインを確認してください。

以下の要件を満たしていることを確認してください。

- ソリューションに予備電源が付属している場合は、各パワー・サプライ・ベイにパワー・サプライが取り付けられていること。
- ソリューション冷却システムが正しく機能できるように、ソリューションの回りに十分なスペースを確保してあること。約 50 mm の空きスペースをソリューションの前面および背面の周囲に確保してください。ファンの前には物を置かないでください。
- 冷却と通気を確保するため、ソリューションの電源を入れる前にソリューション・カバーを再取り付けしてください。ソリューション・カバーを外した状態で 30 分以上ソリューションを作動させないでください。ソリューションのコンポーネントが損傷する場合があります。
- オプションのコンポーネントに付属する配線手順に従っていること。
- 取り外したホット・スワップ・ドライブは、取り外してから 2 分以内に交換すること。
- 取り外したホット・スワップ・パワー・サプライは、取り外してから 2 分以内に交換すること。
- すべてのプロセッサ・ソケットには、ソケット・カバーまたはプロセッサとヒートシンクが取り付けられていること。
- 複数のプロセッサが取り付けられている場合、各ノードのファン装着規則が厳格に守られていること。

## 電源オンされているソリューションの内部での作業

表示パネルでシステム情報を見る、あるいはホット・スワップ・コンポーネントを交換するためには、ソリューション・カバーを外した状態で電源をオンしておく必要がある場合があります。これを行う前に、以下のガイドラインを確認してください。

**注意：**ソリューションの内部コンポーネントが静電気にさらされると、ソリューションが停止したりデータが消失する恐れがあります。このような問題が起きないように、電源をオンにしたソリューション内部の作業を行うときは、常に静電気放電用のリスト・ストラップを着用するか、またはその他の接地システムを使用してください。

- 特に腕の部分がゆったりした衣服を着用しないでください。ソリューション内部の作業の前に、長袖はボタン留めするか捲り上げてください。
- ネクタイ、スカーフ、ネック・ストラップ、髪などがソリューション内に垂れ下がらないようにしてください。
- ブレスレット、ネックレス、リング、カフス・ボタン、腕時計などの装身具は外してください。
- シャツのポケットからペンや鉛筆などを取り出してください。ソリューションの上に身体を乗り出したときに落下する可能性があります。
- クリップや、ヘアピン、ねじなどの金属製品がサーバー内部に落ちないように注意してください。

## 静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い

静電気の放電による損傷の可能性を減らすために、静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い前に、以下のガイドラインを確認してください。

**注意：**静電気の影響を受けやすいコンポーネントは取り付け時まで帯電防止パッケージに収め、システム停止やデータの消失を招く恐れのある静電気にさらされないようにしてください。また、このようなデバイスを取り扱う際は静電気放電用リスト・ストラップや接地システムなどを使用してください。

- 動作を制限して自分の周囲に静電気をためないようにしてください。
- 気温の低い時期は、デバイスの取り扱いに特に注意してください。暖房で室内の湿度が下がり、静電気が増えるためです。
- 特に電源をオンにしたソリューションの内部で作業を行うときは、常に静電気放電用のリスト・ストラップまたはその他の接地システムを使用してください。
- 部品を帯電防止パッケージに入れたまま、ソリューションの外側の塗装されていない金属面に2秒以上接触させてください。これにより、パッケージとご自分の身体から静電気が排出されます。
- 部品をそのパッケージから取り出して、それを下に置かずに直接ソリューションに取り付けてください。デバイスを下に置く必要がある場合は、帯電防止パッケージに入れます。デバイスをソリューションや金属面の上には置かないでください。
- デバイスを取り扱う際は、端またはフレームを持って慎重に持ってください。
- はんだの接合部、ピン、または露出した回路には触れないでください。
- 損傷の可能性を防止するために、デバイスに他の人の手が届かない位置を維持してください。

---

## エンクロージャーでのコンポーネントの交換

エンクロージャーのコンポーネントの取り外しと取り付けを行うには、以下の情報を使用します。

### エンクロージャー・ミッドプレーンの交換

エンクロージャー・ミッドプレーンの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。



## エンクロージャー・ミッドプレーンの取り外し

エンクロージャー・ミッドプレーンを取り外すには、この情報を使用します。

S002



### 警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サブライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

エンクロージャー・ミッドプレーンを取り外す前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. このタスクを完了するには3人必要です。
3. マシン・タイプ・モデル、エンクロージャーのシリアル番号を記録し、取り外すエンクロージャー・ミッドプレーンから既存の汎用固有 ID (UUID) 情報を取得します。このデータを取得する手順に必要なステップは、エンクロージャーの機能状態に応じて異なる場合があります。
  - a. エンクロージャーが作動中：
    - 1) Lenovo XClarity Controller にログオンし、コマンド・ライン・インターフェース (CLI) にアクセスします。XCC CLI には、XCC への直接シリアル接続またはイーサネット接続、または XCC への Secure Shell (SSH) 接続を介してアクセスできます。コマンドを発行する前に、XCC での認証が必要です。
    - 2) CLI の **info** コマンドを使用して、マシン・タイプ・モデル、エンクロージャー・シリアル番号、および UUID 値を照会します。作業を進める前に、この情報を記録しておいてください。
  - b. エンクロージャーが作動していない：
    - 1) エンクロージャー・ラベルの1つから、エンクロージャー・シリアル番号とマシン・タイプ・モデルを入手します。
    - 2) 作業を進める前に、エンクロージャー・シリアル番号、マシン・タイプ・モデル、および UUID を記録します。
4. オペレーティング・システムをシャットダウンし、エンクロージャー内の計算ノードをすべてオフにします。詳細な説明については、計算ノードに付属の資料を参照してください。
5. 計算ノードと管理ノード (取り付けられている場合) のリリース・ハンドルを開き、ノードをエンクロージャー・ミッドプレーン・コネクターから外します。
6. エンクロージャーを電源から切り離します。
7. エンクロージャーの背面のモジュールからケーブルをすべて切り離します。
8. エンクロージャーの背面と前面からコンポーネントを取り外します。
9. エンクロージャー前面のすべてのトレイを取り外します ([253 ページの「エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し」](#)を参照)。
10. 両側の EMC シールドをすべて取り外します。

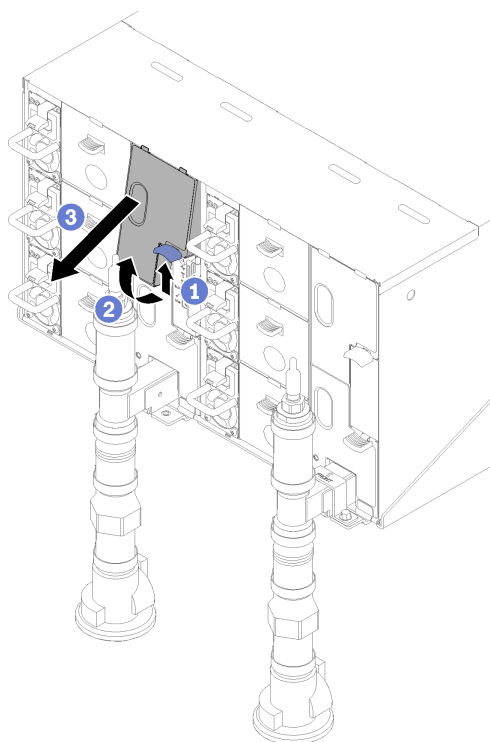


図 20. 上段の EMC シールドの取り外し

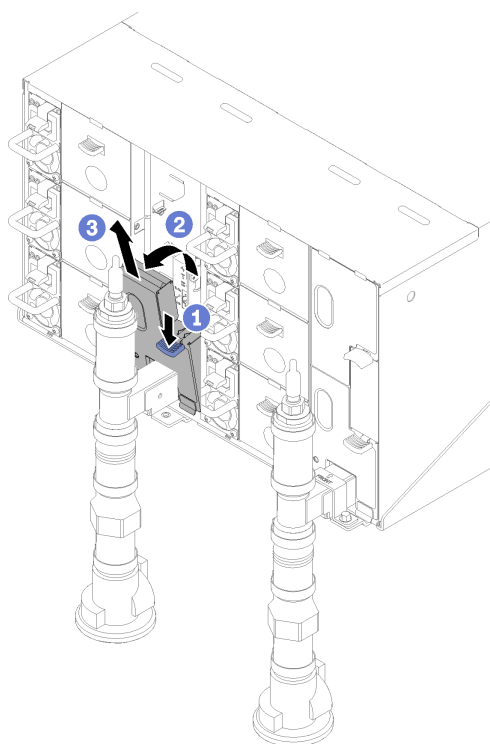


図 21. 下段の EMC シールドの取り外し

11. ラッチを上押し、ドリップ・センサー・アセンブリーを後方にスライドさせます。ドリップ・センサー・アセンブリーを持ち上げてセンサー・ポストが見えるようにして、エンクロージャーから引き出します。

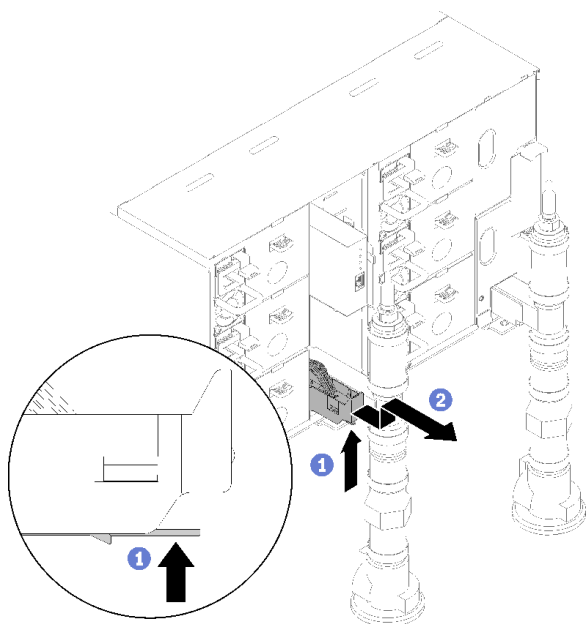


図22. ドリップ・センサー・アセンブリー、取り外し

12. 多岐管を保持している多岐管保持ブラケットを取り外します(上部エンクロージャー位置のみ)。

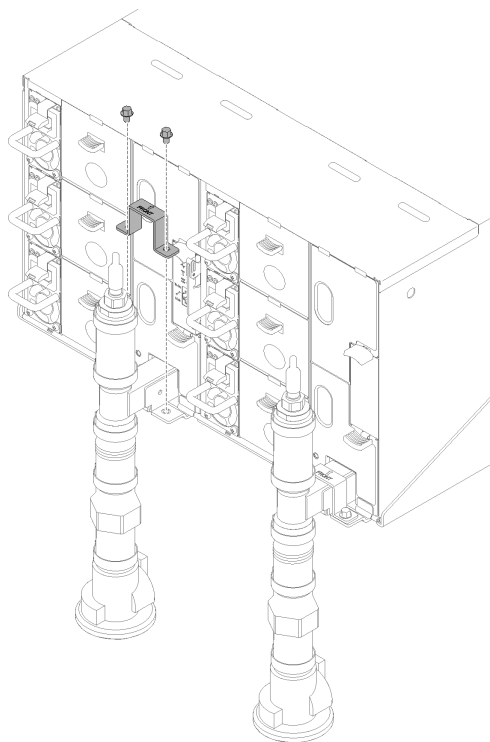


図 23. 保持ブラケットの取り外し

13. FPC カード・モジュールと FPC カード・モジュールのサポート・ブラケットを取り外します。

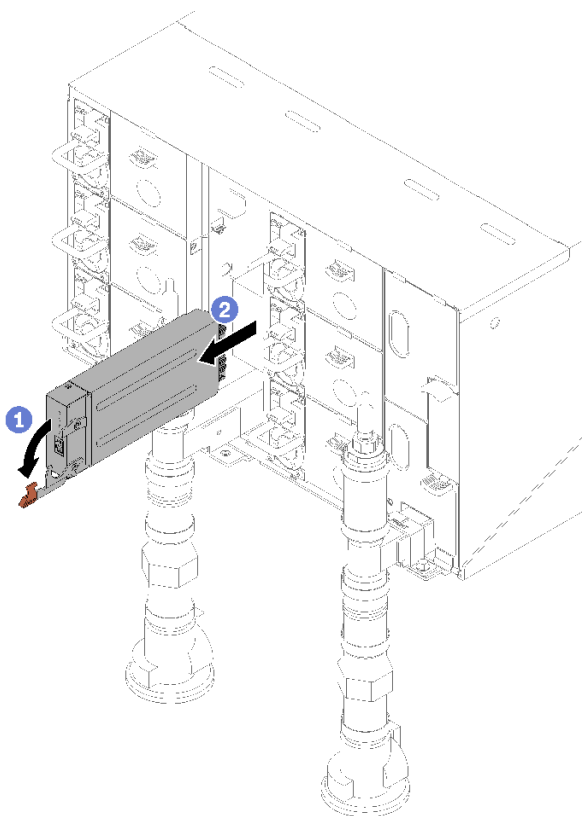


図 24. FPC カード・モジュールの取り外し

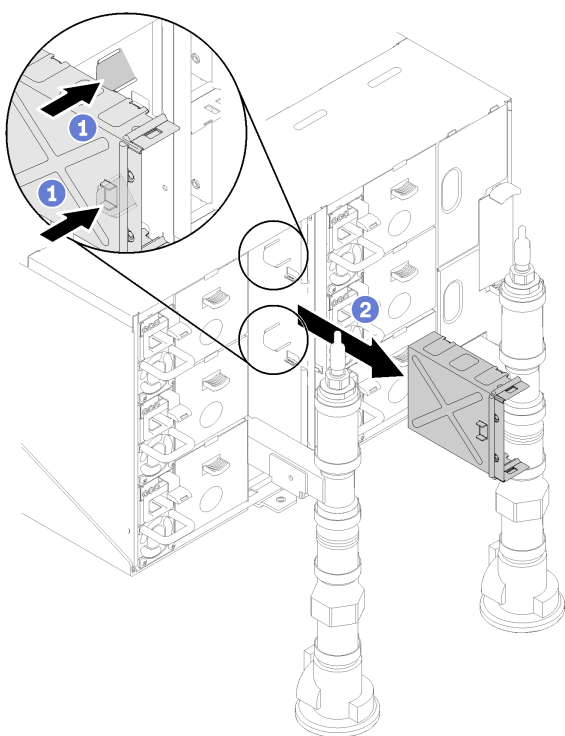


図25. サポート・ブラケットの取り外し

14. 空のフィラーを取り外します。

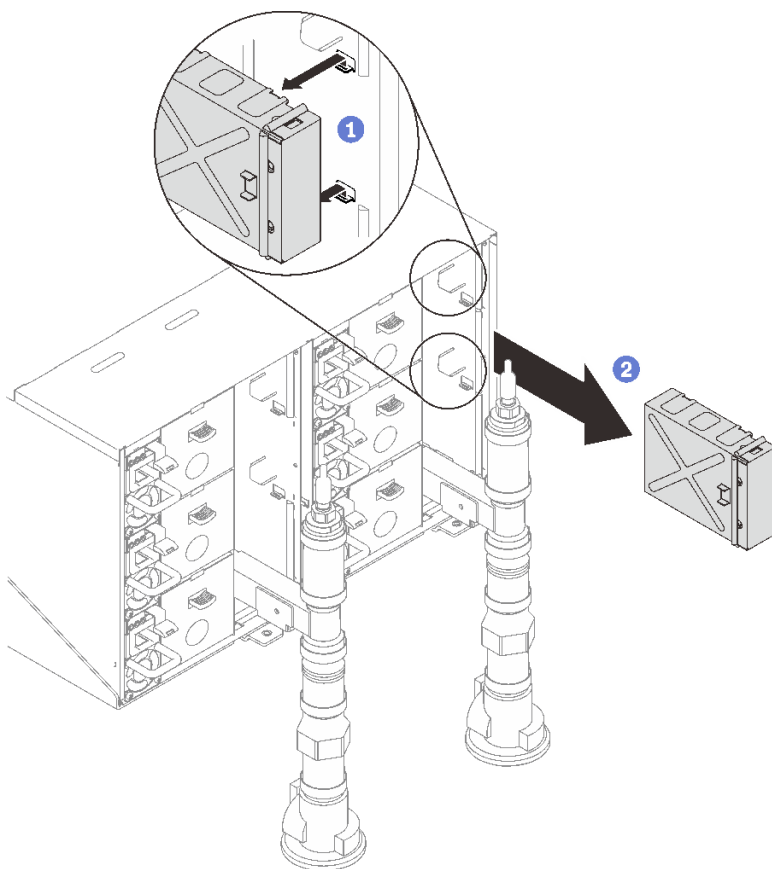


図 26. 空のフィラーの取り外し

15. エンクロージャーからパワー・サプライをすべて取り外します。

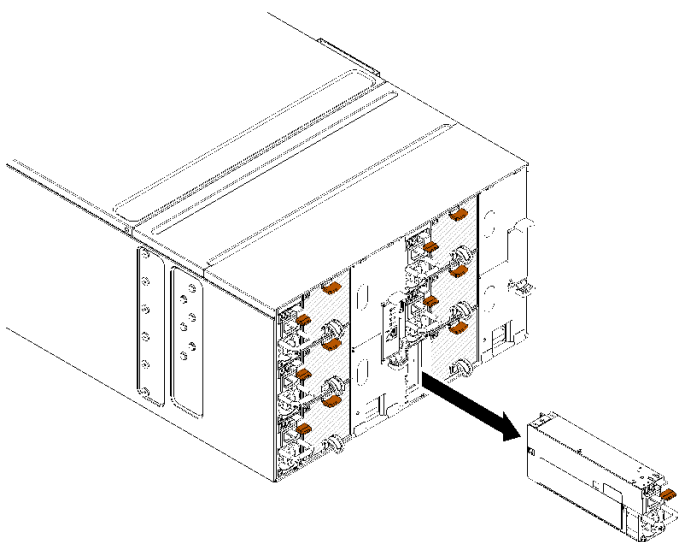


図 27. パワー・サプライの取り外し

16. 8本のネジ(多岐管修理キットに含まれているドライバーを使用)を外して、エンクロージャーの2つの多岐管を緩めます。

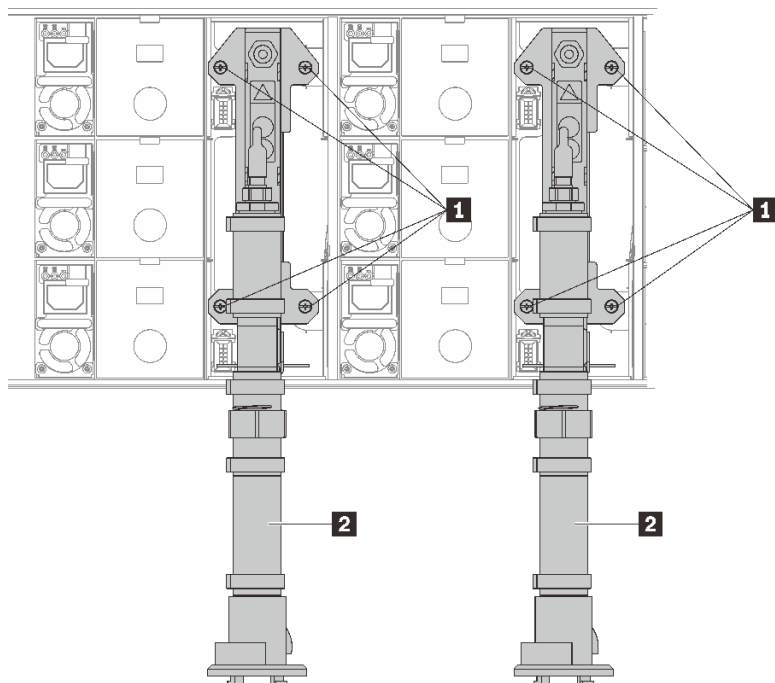


図28. 多岐管ねじの位置

表 15. 多岐管ねじの位置

1 ねじ	2 多岐管
------	-------

17. 8本のねじを外して、両側の2つのサポート・ブラケットを取り外します。



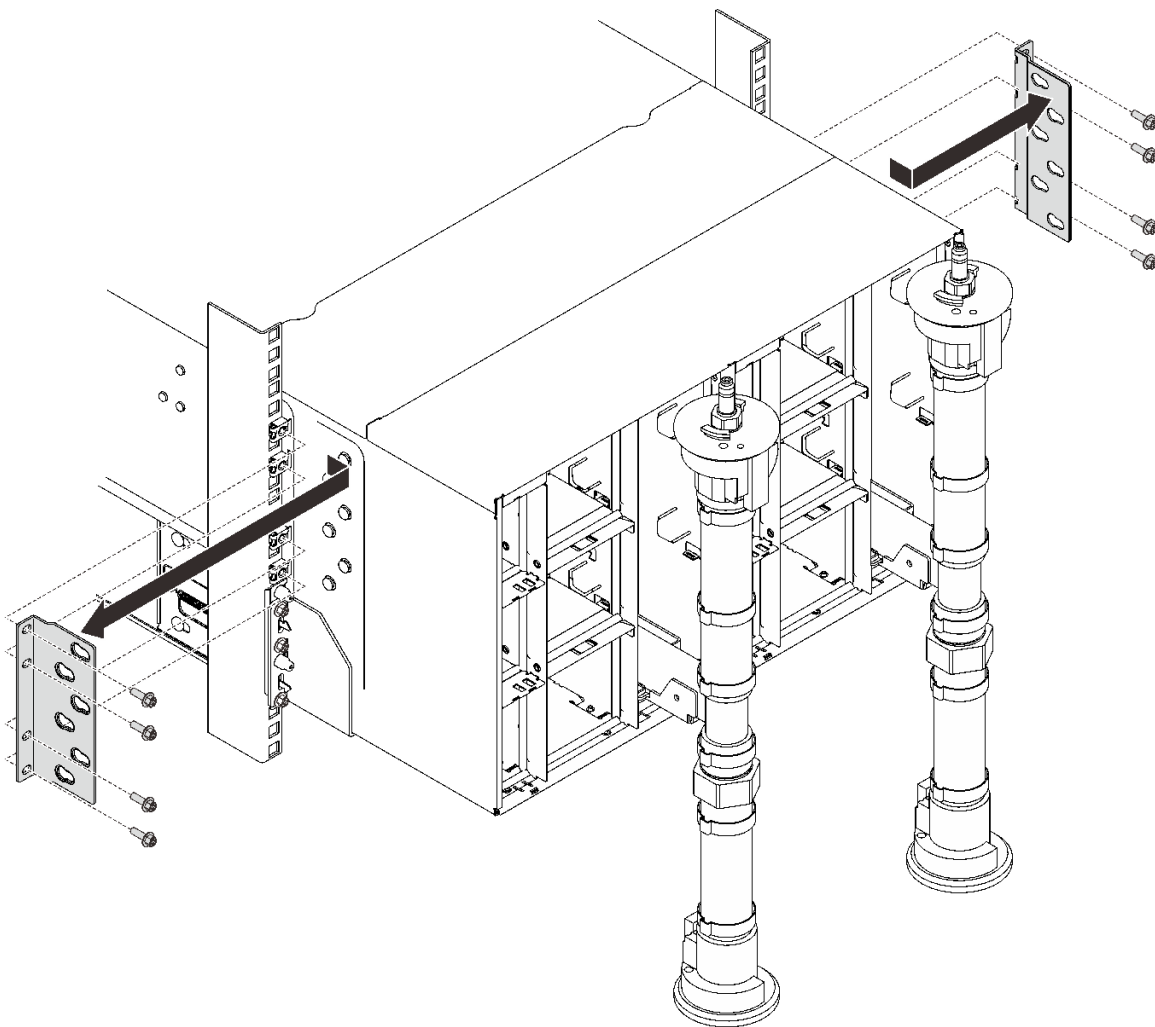


図29. サポート・ブラケットの取り外し

18. エンクロージャーの前面にある2つのEIA カバーを取り外し、6本のねじを外します。

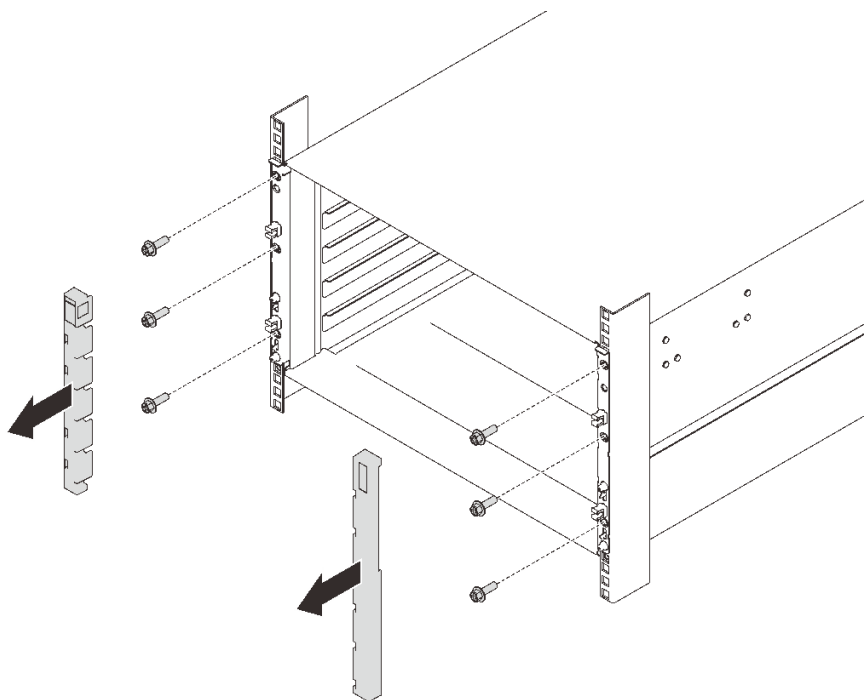


図 30. EIA カバーの取り外し

19. 前面ハンドルを両側に取り付けることができるようになるまで、エンクロージャーをスライドさせて引き出します。ハンドルのスロットをエンクロージャーのポストと位置合わせし、所定の位置にロックされるまでハンドルを上にもスライドさせます。

注意：エンクロージャーの取り付け/取り外しタスクを完了するには、トレーニングを受けた技術員が 3 人必要です。

- 2 人の技術員がエンクロージャーの両側にある前面ハンドルと後部ハンドルを持ちます。
- 1 人の技術員がケーブルが損傷しないように保護します。

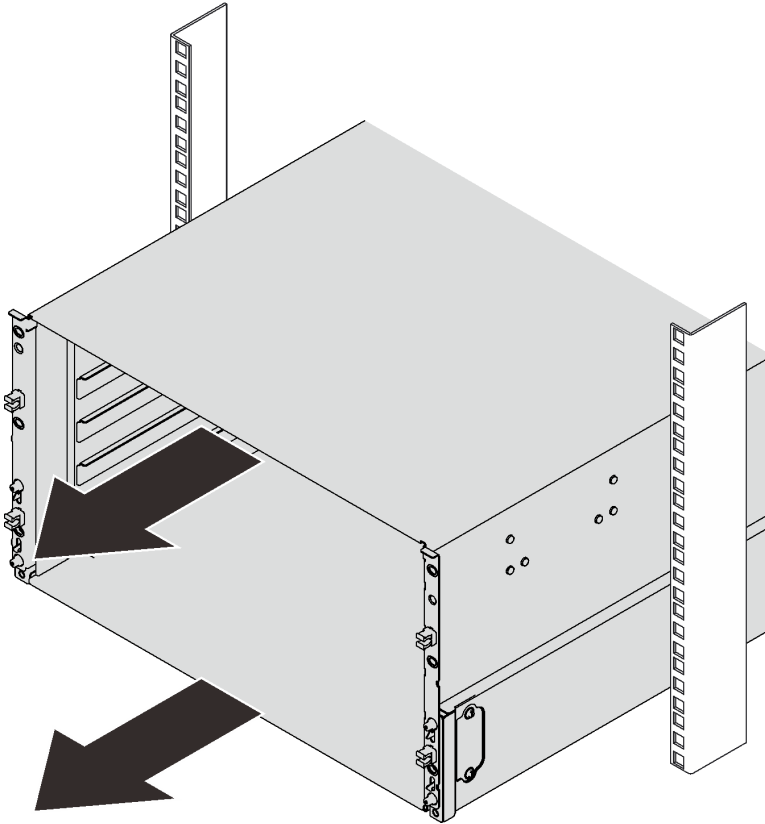


図 31. エンクロージャーのスライド

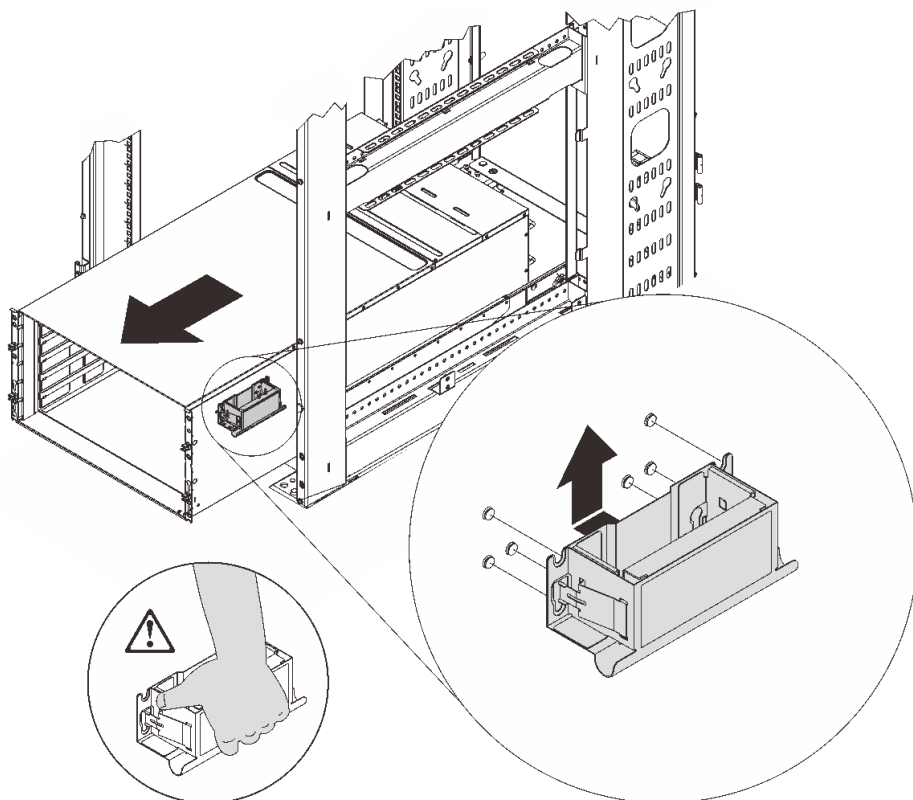


図 32. 前面ハンドルの取り付け

20. 両側の前面ハンドルを持ち、後部ハンドルを取り付けるのに十分なスペースが空くまでエンクロージャーをスライドさせて取り出します。

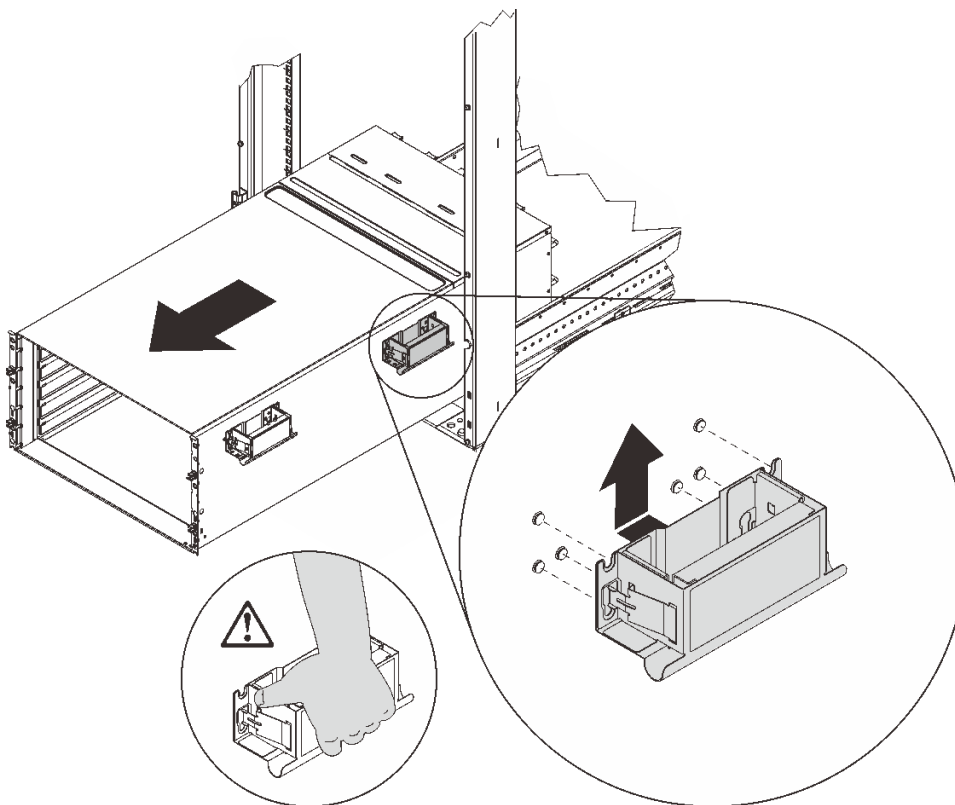


図 33. 後部ハンドルの取り付け

21. 両側にある前面ハンドルと後部ハンドルを慎重に持ち、エンクロージャーをラックからスライドさせて引き出した後、エンクロージャーを安定した作業面にゆっくりと置きます。

エンクロージャー・ミッドプレーンを取り外すには、以下のステップを実行してください。

ステップ 1. トップ・カバーの 3 個の拘束ねじを緩めます。

ステップ 2. トップ・カバーを外側に回転させます。

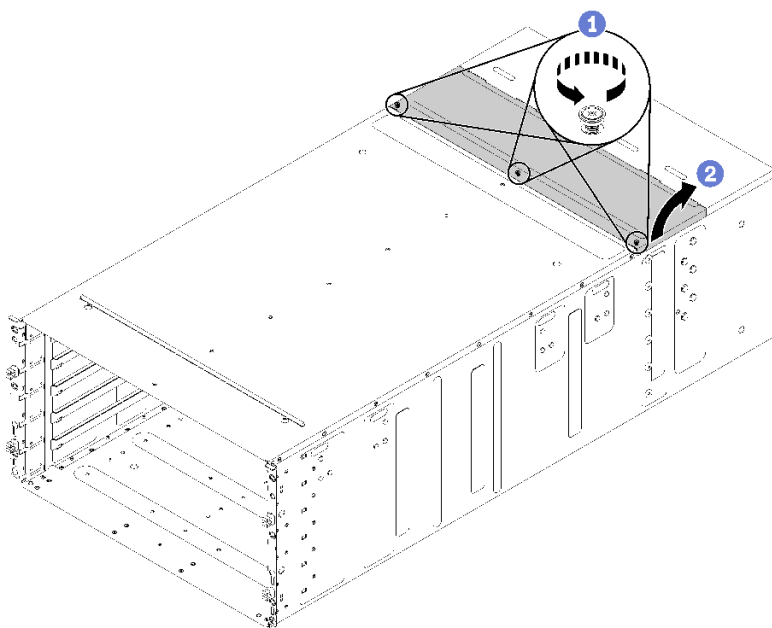


図 34. トップ・カバーの外側への回転

- ステップ 3. エンクロージャー・ミッドプレーンをエンクロージャーに固定する 3 個の拘束ねじを緩めます。
- ステップ 4. エンクロージャー・ミッドプレーンを途中まで持ち上げます。エンクロージャー・ミッドプレーンの真ん中にドライバーまたは棒を置き、両手を自由にします。

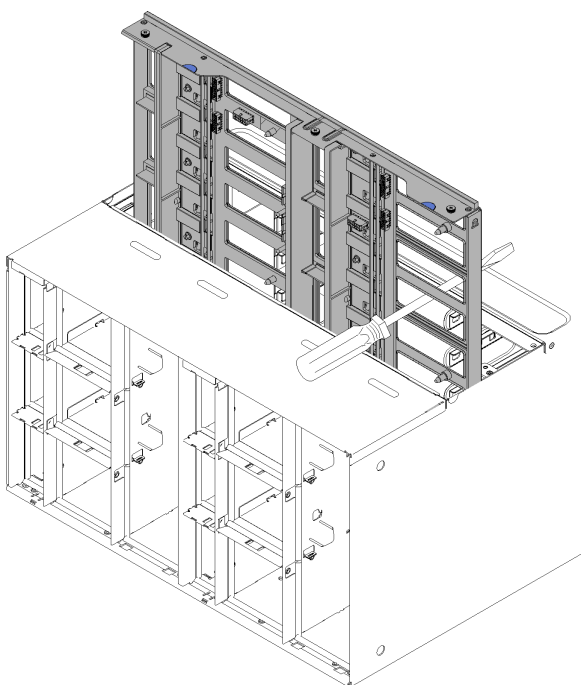


図 35. エンクロージャーからのエンクロージャー・ミッドプレーンの取り外し

ステップ5. エンクロージャー・ミッドプレーン上の2つのファン・ケーブルを引き抜きます。

ステップ6. エンクロージャー・ミッドプレーンを注意深くつかみ、スライドさせてエンクロージャーから取り出します。

注：エンクロージャー・ミッドプレーンのコネクタをつかまないようにしてください。コネクタを損傷する可能性があります。

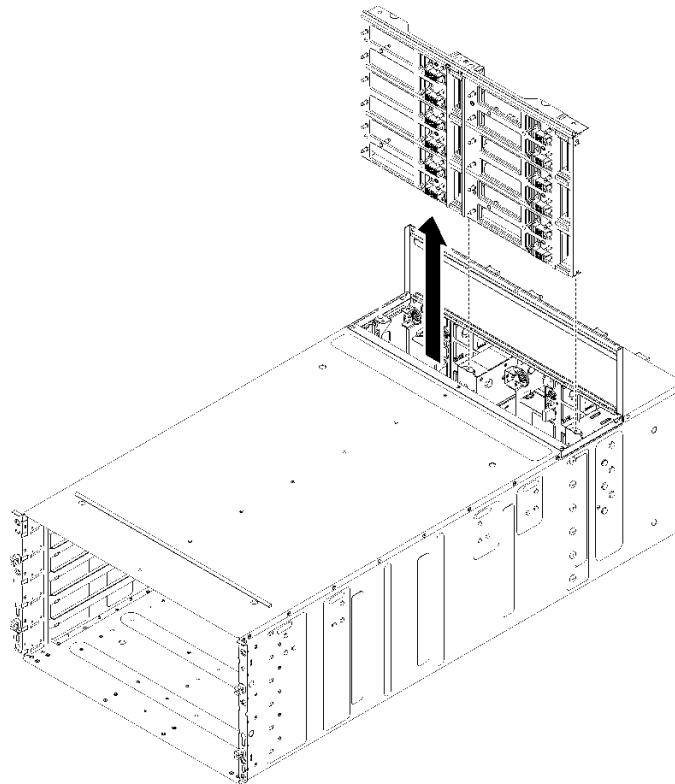


図36. エンクロージャーからのエンクロージャー・ミッドプレーンの取り外し

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

#### デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

#### エンクロージャー・ミッドプレーンの取り付け

(トレーニングを受けたサービス技術員のみ) この手順を使用して、エンクロージャー・ミッドプレーンを取り付けます。

S002



**警告：**

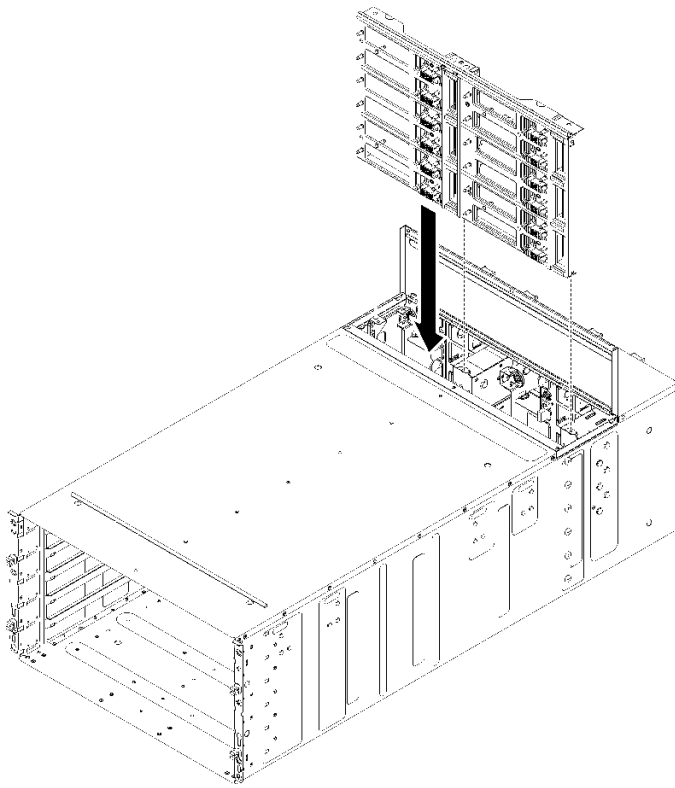
装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

エンクロージャー・ミッドプレーンを取り付ける前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. このタスクを完了するには3人必要です。

エンクロージャー・ミッドプレーンを取り付けるには、次の手順に従ってください。

ステップ1. エンクロージャー・ミッドプレーンを、エンクロージャー内のガイド・ピンと位置合わせします。



**図37. エンクロージャー・ミッドプレーンの取り付け**

ステップ2. エンクロージャー・ミッドプレーンをスライドさせ、エンクロージャーに途中まで差し込みます。エンクロージャー・ミッドプレーンの真ん中にドライバーまたは棒を置き、両手を自由にします。



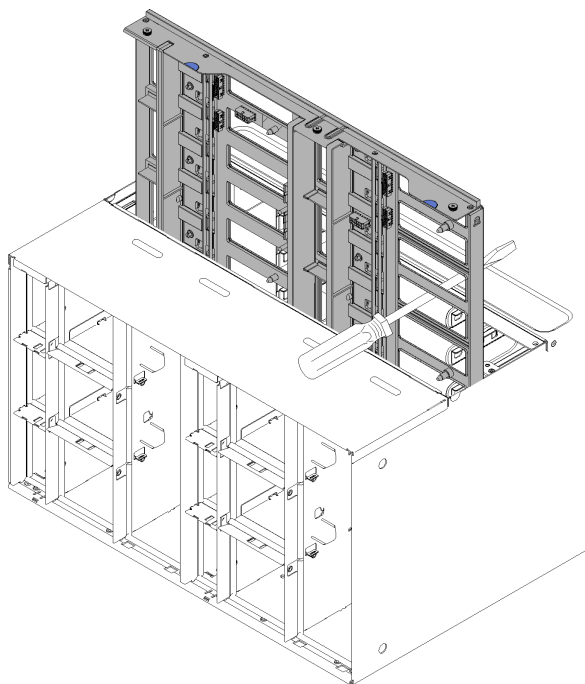


図38. エンクロージャー・ミッドプレーン

**注意：**

- 取り付け中は、エンクロージャー・ミッドプレーンをエンクロージャー内部上面に向かって立てて持ち、エンクロージャー・ミッドプレーンを垂直の状態に保つ必要があります。エンクロージャー・ミッドプレーンを正しく挿入しなければ、ガイド・ピンがエンクロージャー・ミッドプレーン・コネクタに接触し、コネクタ・ピンを損傷する可能性があります。
- エンクロージャーにエンクロージャー・ミッドプレーンを取り付ける際に、エンクロージャー・ミッドプレーンのコネクタをつかまないでください。コネクタに触れると、コネクタ・ピンを損傷する可能性があります。
- エンクロージャー・ミッドプレーンをエンクロージャーにスライドさせて挿入する際には、ファン/電源コントローラー・ケーブルが進路の妨げにならないようにしてください。

ステップ3. ファン電源コネクタとファン信号コネクタへの2本のケーブルをエンクロージャー・ミッドプレーンに接続します。

ステップ4. 片方の手でミッドプレーンを軽く持ち上げながら、ミッドプレーンを半分の位置に保持しているスクリュー・ドライバー/スティックを注意深く取り外します。ミッドプレーンが停止するまでエンクロージャーに完全に差し込みます。

ステップ5. エンクロージャー・ミッドプレーンをエンクロージャーに固定する3個の拘束ねじを締めます。

ステップ6. トップ・カバーを内側に回転させます。

ステップ7. トップ・カバーの3個の拘束ねじを締めます。

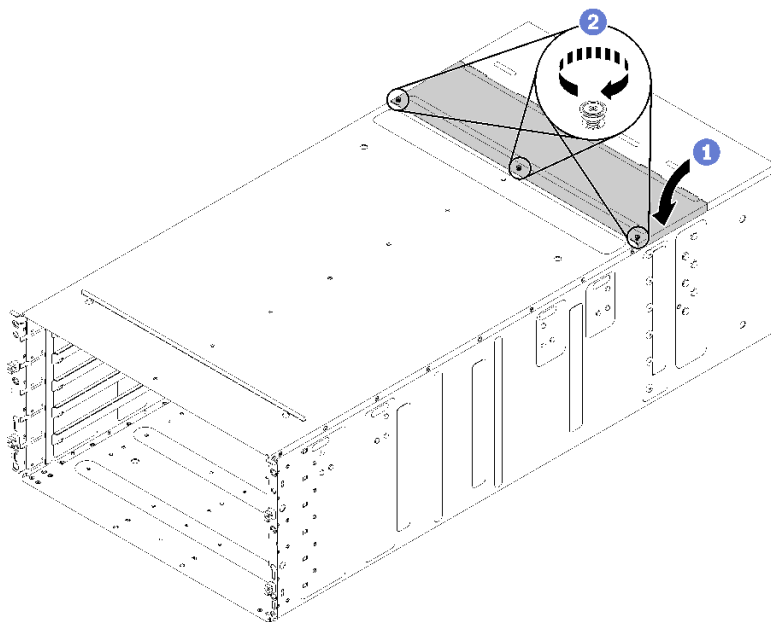


図 39. トップ・カバーの内側への回転

エンクロージャーを再組み立てして、カードに保管されている重要プロダクト・データ (VPD) をプログラミングします。次の手順を実行してください。

**注意：**エンクロージャーの取り付け/取り外しタスクを完了するには、トレーニングを受けた技術員が 3 人必要です。

- 2 人の技術員がエンクロージャーの両側にある前面ハンドルと後部ハンドルを持ちます。
  - 1 人の技術員がケーブルが損傷しないように保護します。
1. エンクロージャーを慎重にラックに入れ、後部ハンドルが前部ラック・レールの近くに到達するまでエンクロージャーをスライドさせた後、両側の後部ハンドルを取り外します。

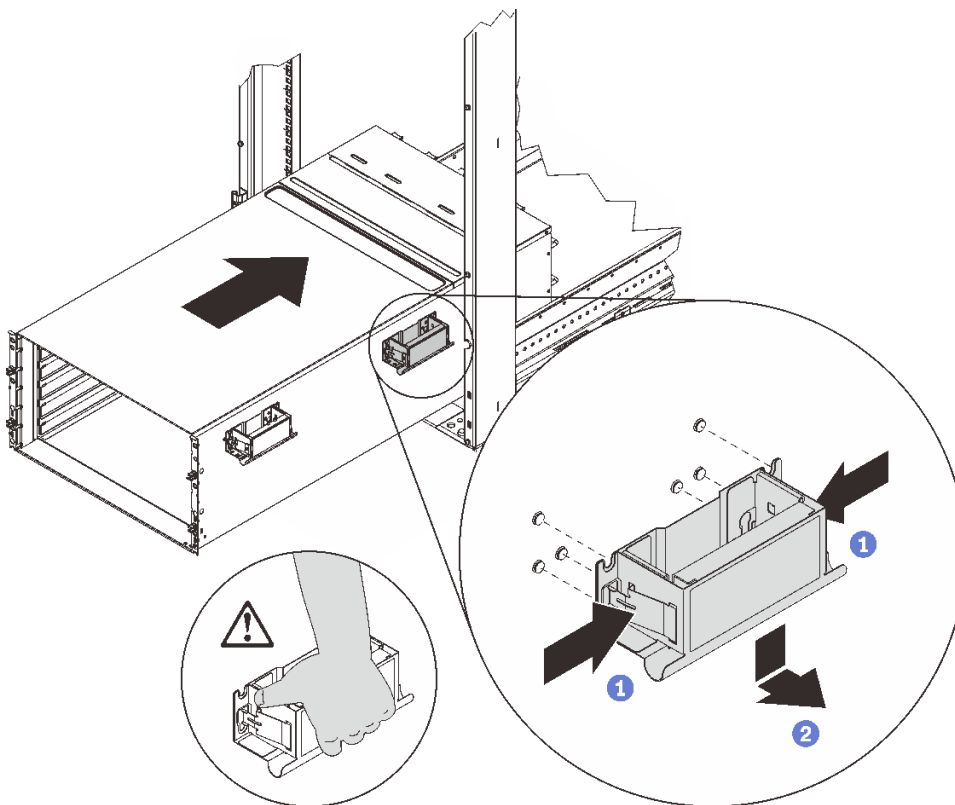


図 40. 後部ハンドルの取り外し

2. 前部ハンドルが前部ラック・レールの近くに到達するまでエンクロージャーをスライドさせてさらにラックに挿入した後、両側の前部ハンドルを取り外します。

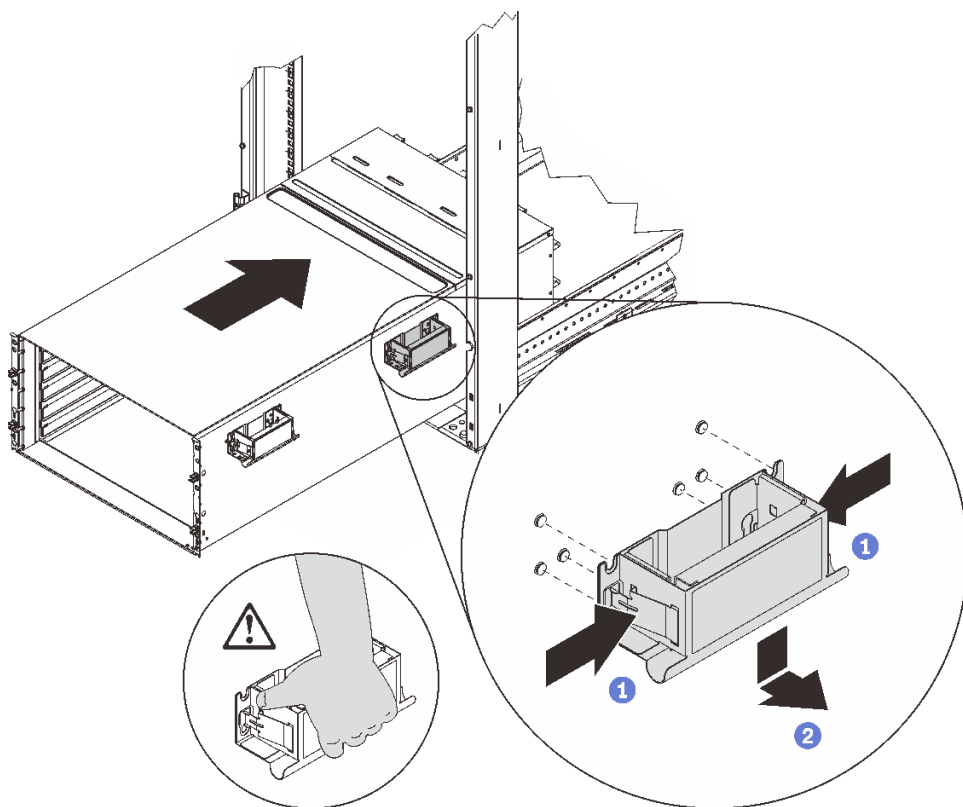


図 41. 前面ハンドルの取り外し

3. エンクロージャーを戻してラックの奥までスライドさせます。

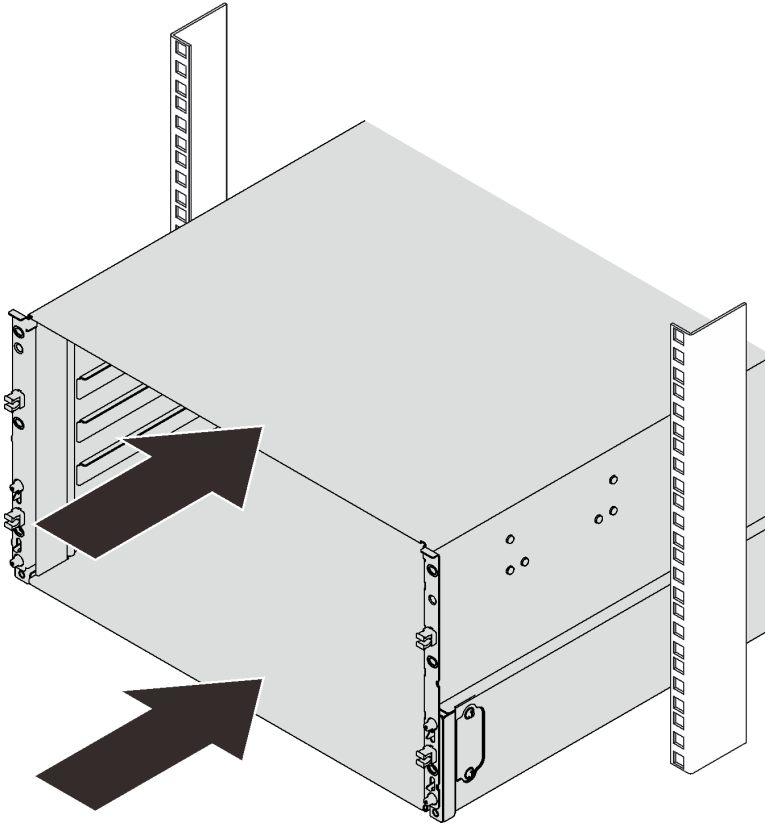


図 42. ラックのスライド

4. エンクロージャーの前面にある 2 つの EIA カバーを再取り付けし、6 本のねじを外します。

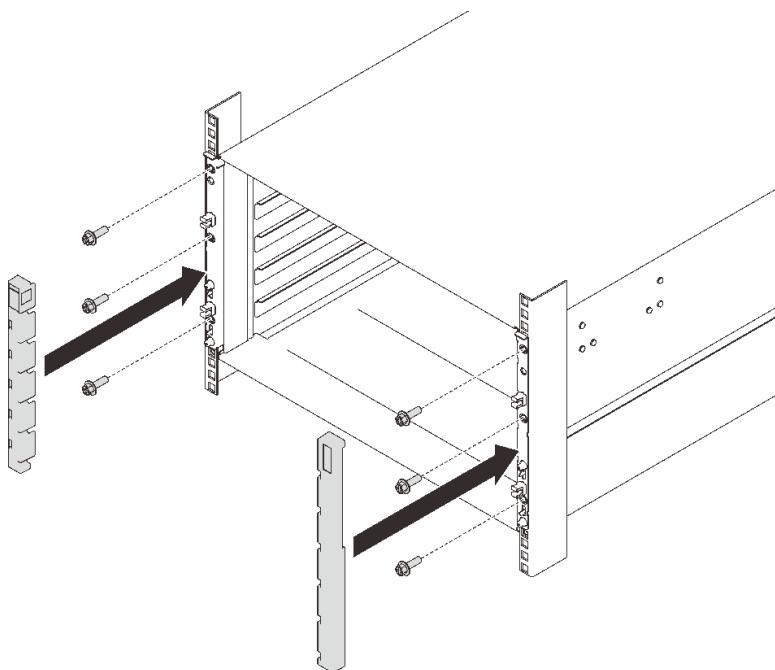


図 43. EIA カバーの取り付け

5. 8本のねじを再取り付けし、背面エンクロージャーに2個のサポート・ブラケットを固定します。

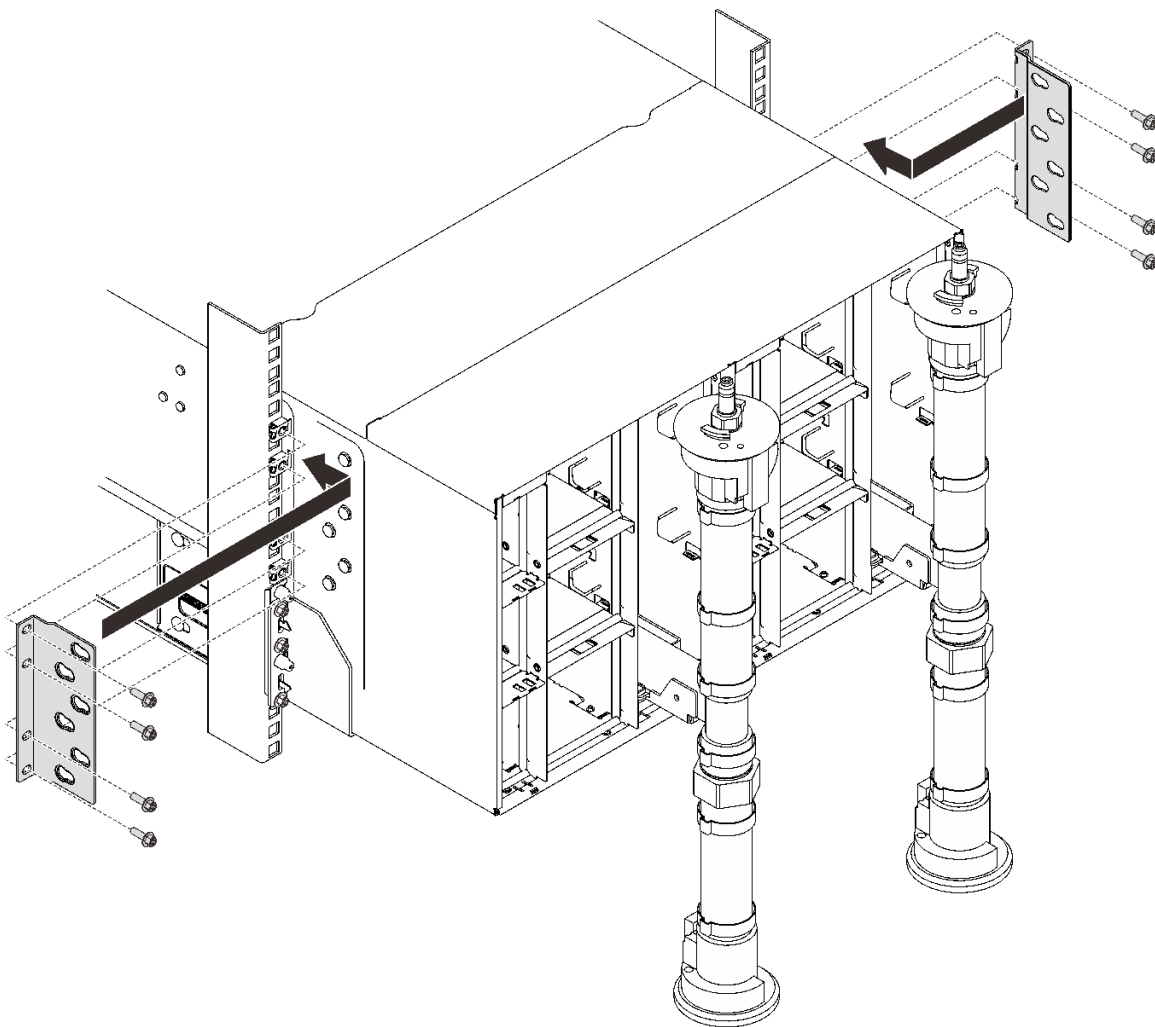


図 44. サポート・ブラケットの取り付け

6. 8本のネジ(多岐管修理キットに含まれているドライバーを使用)を再取り付けして、2つの多岐管を固定します。

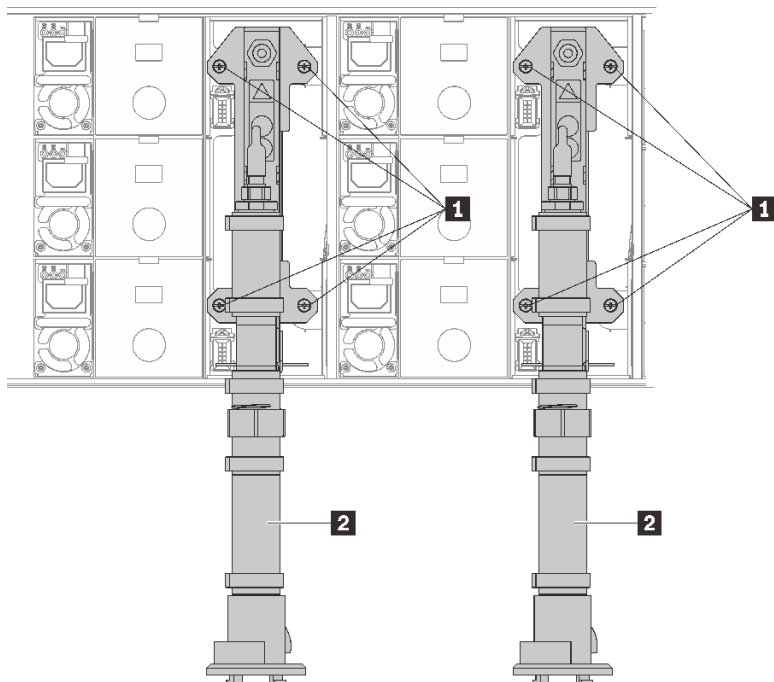


図 45. 多岐管ねじの位置

表 16. 多岐管ねじの位置

1	ねじ	2	多岐管
---	----	---	-----

7. パワー・サプライをすべてエンクロージャーに再取り付けします。

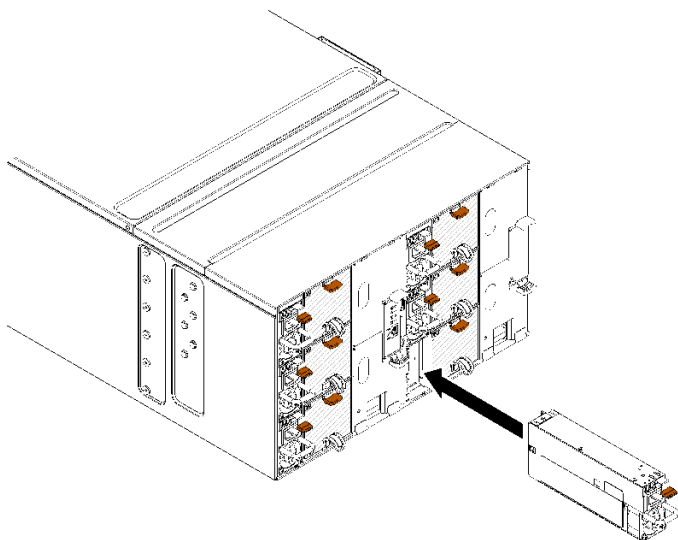


図 46. パワー・サプライの取り付け

8. 空のフィラーを再取り付けします。



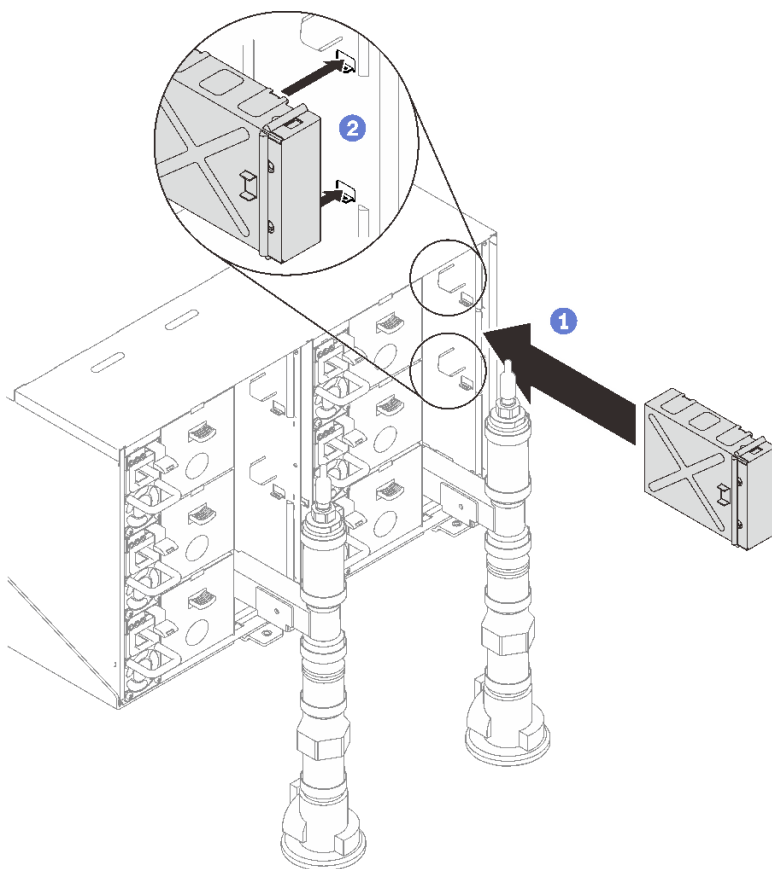


図 47. 空のフィラーの取り付け

9. FPC カード・モジュールのサポート・ブラケットと FPC カード・モジュールを再取り付けします。

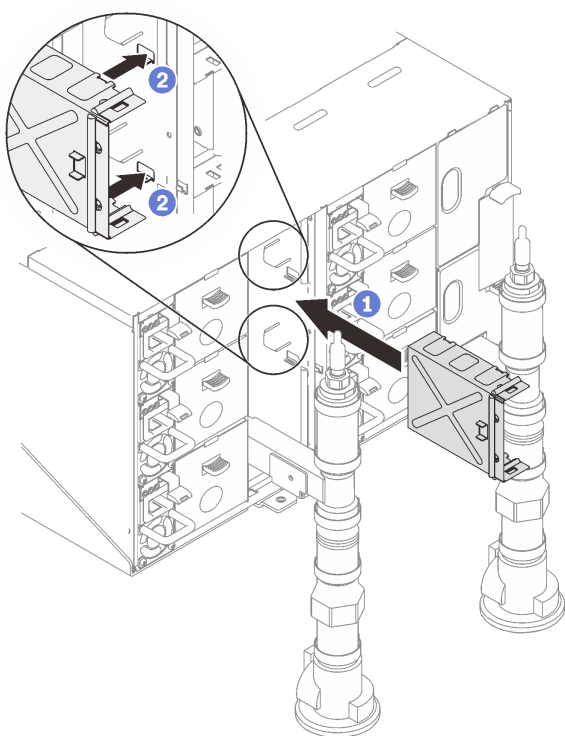


図48. サポート・ブラケットの取り付け

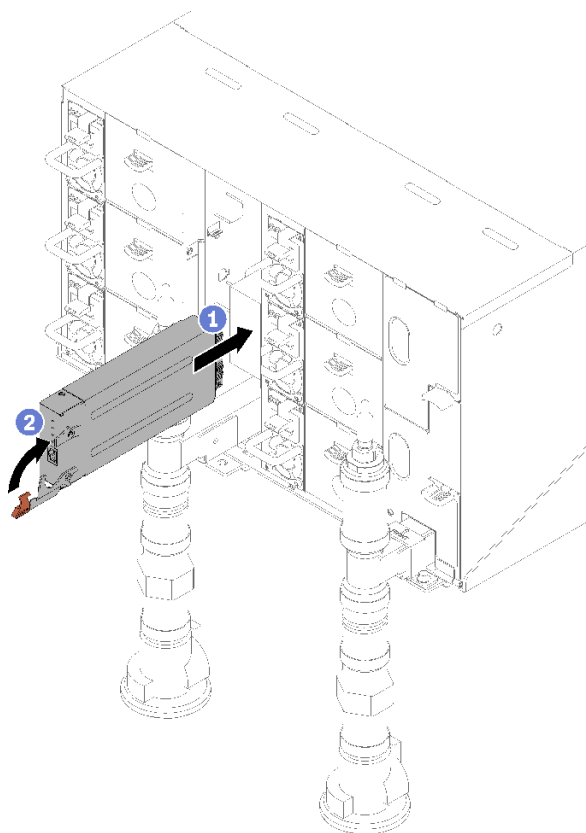


図 49. FPC カード・モジュールの取り付け

10. 多岐管を保持している多岐管保持ブラケットを再取り付けします (上部エンクロージャー位置のみ)。

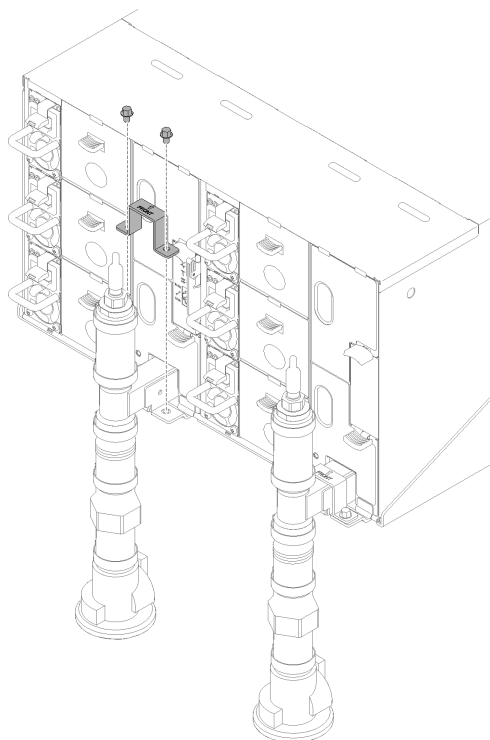


図 50. 保持ブラケットの取り付け

11. ドリップ・センサー・アセンブリーをエンクロージャーと位置合わせし、所定の位置にスライドさせます。

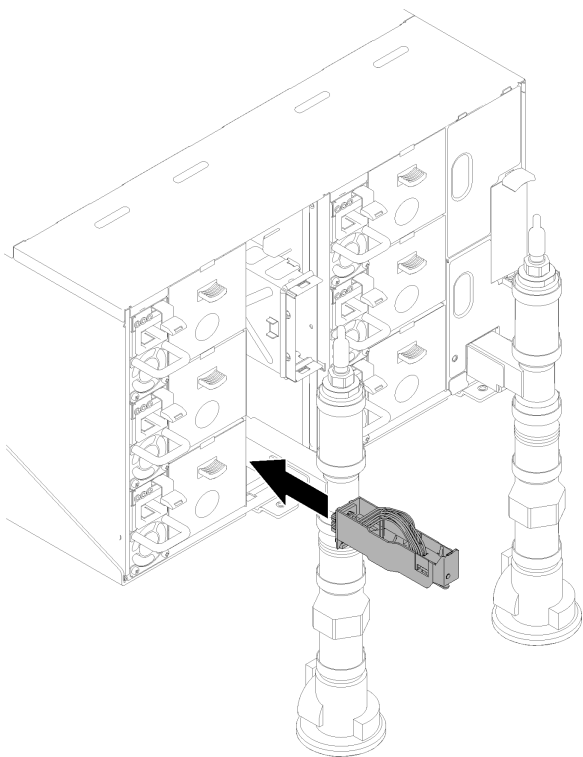


図 51. ドリップ・センサー・アセンブリーの取り付け

12. EMC シールドをすべて再取り付けします。

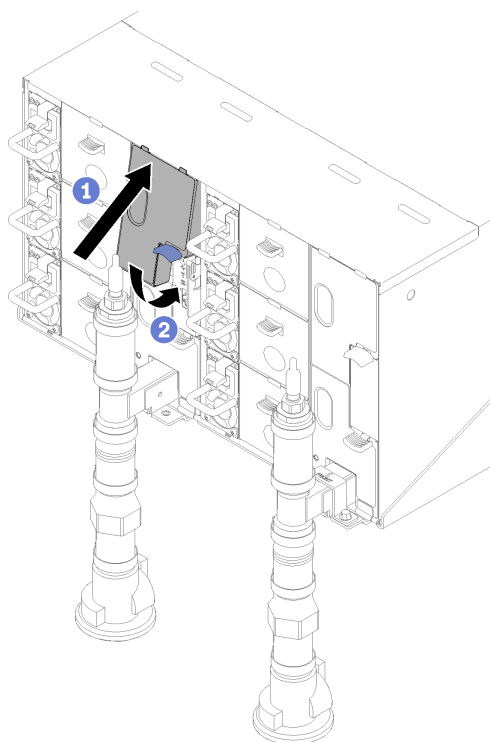


図 52. 上段の EMC シールドの取り付け

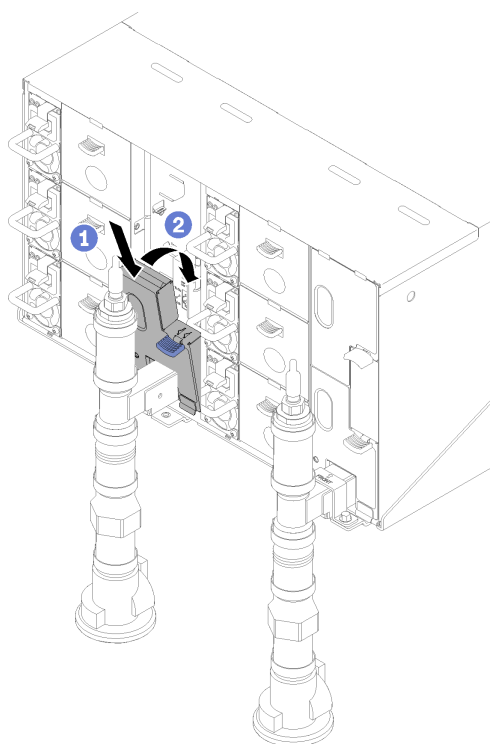


図 53. 下段 EMC シールドの取り付け

13. エンクロージャーの背面のモジュールから取り外したケーブルをすべて接続します。
14. エンクロージャーを電源に接続します (「n1200 エンクロージャーの取り付けとサービス・ガイド」を参照)。
15. 新規エンクロージャー・ミッドプレーンのシリアル番号 (例: **Y030UN34B063**) と UUID (例: **2E2B686CC6B311E2907C6EAE8B16A49E**) を記録します。
16. ソリューション・ファームウェアを最新のレベルに更新します (「n1200 エンクロージャーの取り付けとサービス・ガイド」を参照)。
17. Web インターフェースにログインします (「n1200 エンクロージャーの取り付けとサービス・ガイド」を参照)。
18. 「システム情報」セクションに進み、「ミッドプレーン VPD」タブをクリックします。
19. ファンと電源コントローラーの新しいエンクロージャー・ミッドプレーンのシリアル番号と UUID を更新します (「n1200 エンクロージャーの取り付けとサービス・ガイド」を参照)。
20. 上のリリース・ハンドルを閉じ、トレイをエンクロージャー・ミッドプレーン・コネクタに装着します。
21. シャットダウンしたノードをすべて再起動します。詳細な説明については、計算ノードに付属の資料を参照してください。
22. ファン/電源コントローラーの電源が自動的にオンにされます。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## ドリップ・センサー・アセンブリーの交換

ドリップ・センサー・アセンブリーの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### ドリップ・センサー・アセンブリーの取り外し

ドリップ・センサー・アセンブリーを取り外すには、この情報を使用します。

#### S002



#### 警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

ドリップ・センサー・アセンブリーを取り外す前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. 青色のラッチを押して下げて、シールドの上部を後方に回転させます。シールドを持ち上げて、エンクロージャに入る多岐管パイプがよく見えるようにします。

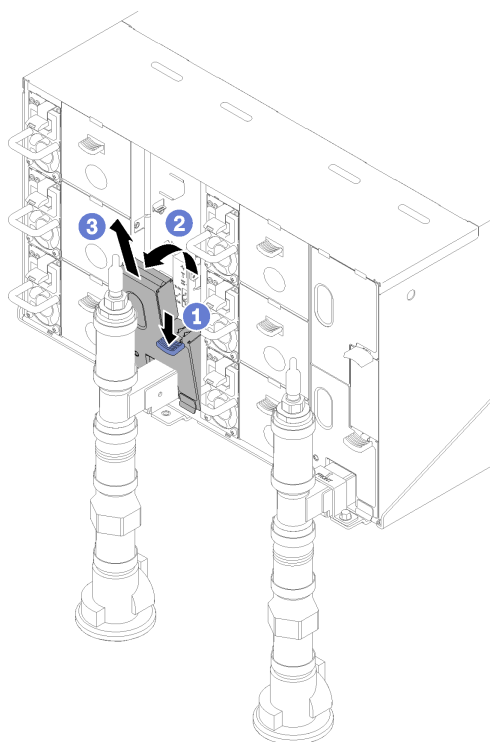


図 54. 左下 EMC シールドの取り外し

注：EMC シールドの前に多岐管垂直パイプがある場合、パイプの下から横にスライドさせる必要があります。



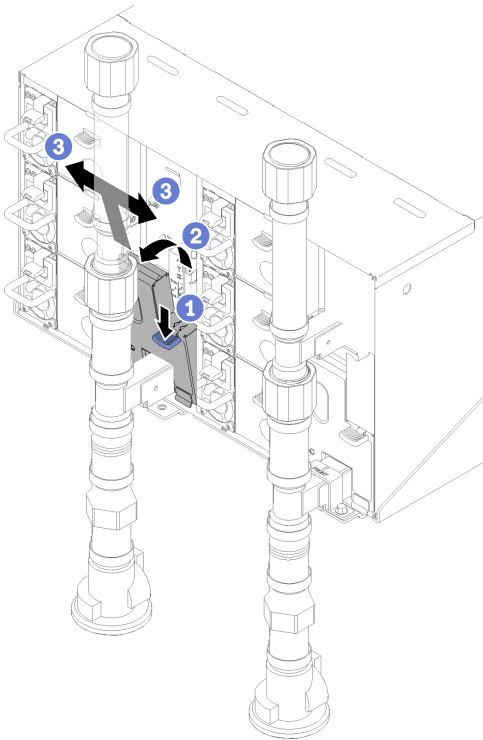


図 55. 左下 EMC シールドの取り外し

次のステップを実行して、ドリップ・センサー・アセンブリーを取り外します。

ステップ 1. ラッチを上押し、ドリップ・センサー・アセンブリーを後方にスライドさせます。ドリップ・センサー・アセンブリーを持ち上げてセンサー・ポストが見えるようにして、エンクロージャーから引き出します。

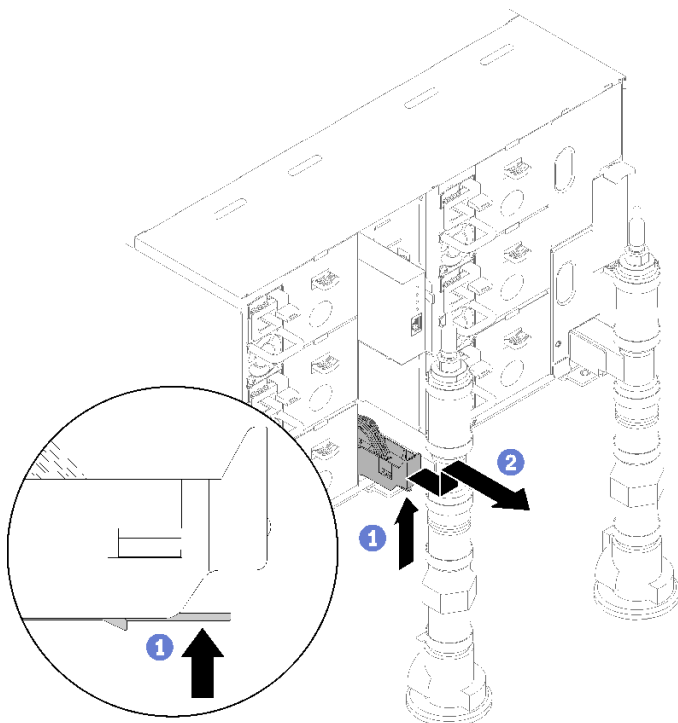


図 56. ドリップ・センサー・アセンブリー、取り外し

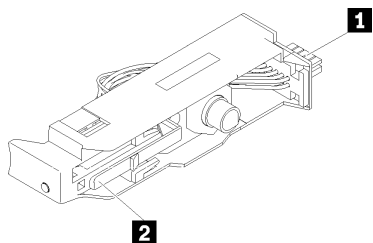


図 57. ドリップ・センサー・アセンブリー

表 17. ドリップ・センサー・アセンブリー

<b>1</b> コネクター	<b>2</b> ラッチ
----------------	--------------

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## ドリップ・センサー・アセンブリーの取り付け

ドリップ・センサー・アセンブリーを取り付けるには、この情報を使用します。

### S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

ドリップ・センサー・アセンブリーを取り付ける前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。

次のステップを実行して、ドリップ・センサー・アセンブリーを取り付けます。

ステップ 1. ドリップ・センサー・アセンブリーをエンクロージャーと位置合わせし、所定の位置にスライドさせます。

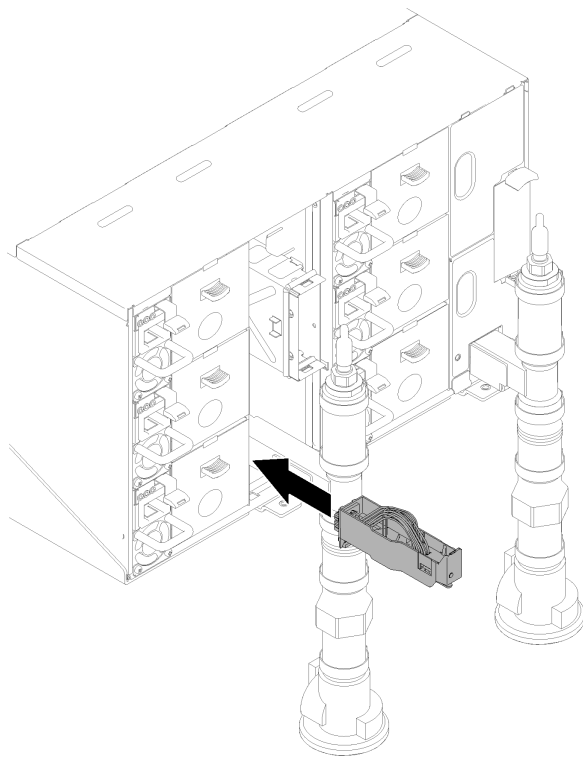


図 58. ドリップ・センサー・アセンブリーの取り付け

ドリップ・センサー・アセンブリーを取り付けた後、以下のステップを実行してください。

1. 取り外した EMC シールドを再取り付けします。

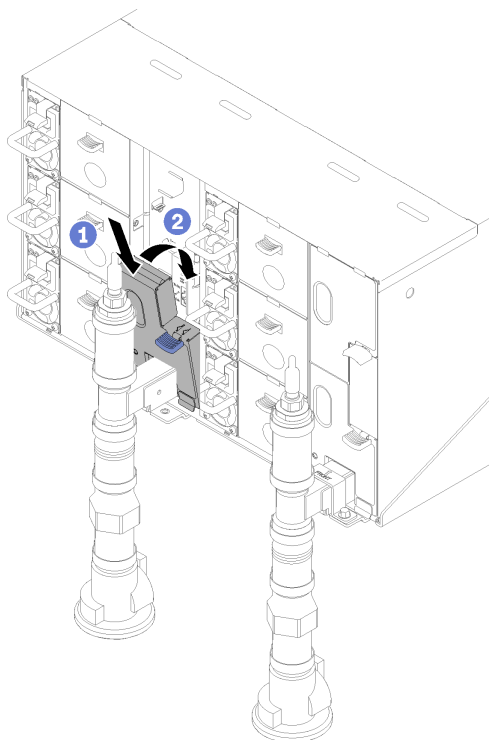


図 59. 左下 EMC シールドの取り付け

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

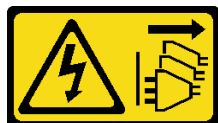
## ファン電源制御 (FPC) の交換

FPC の取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### FPC の取り外し

FPC を取り外すには、この情報を使用します。

S002



**警告：**

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

S038



**警告：**  
この手順では、目を保護する防具を装着する必要があります。

FPC を取り外す前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. EMC シールドを取り外します。

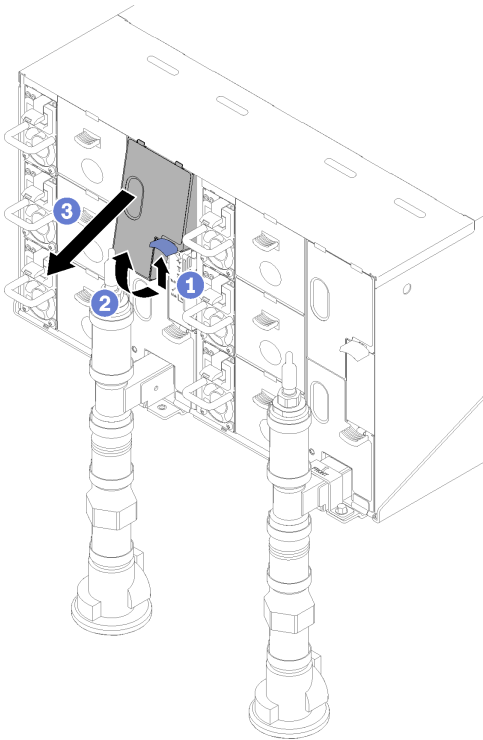


図 60. 上段の EMC シールドの取り外し

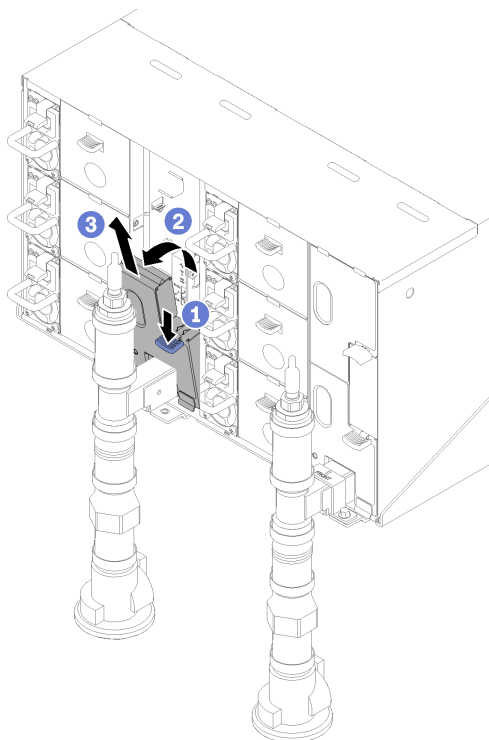


図 61. 左下 EMC シールドの取り外し

3. 現在のエンクロージャー設定およびエンクロージャー・ミッドプレーン VPD を新規の FPC に移行する場合、以下のことが実行済みであることを確認してください。
  - a. FPC 設定のバックアップおよびシャーシ・ミッドプレーンの VPD のバックアップ手順を実行済みである。
  - b. FPC から取り外した古い USB キーを取ってある。これは、新しい FPC に取り付けます。

FPC を取り外すには、以下のステップを実行してください。

ステップ 1. ラッチを回転させて FPC カード・モジュールをサポート・ブラケットから引き出します。

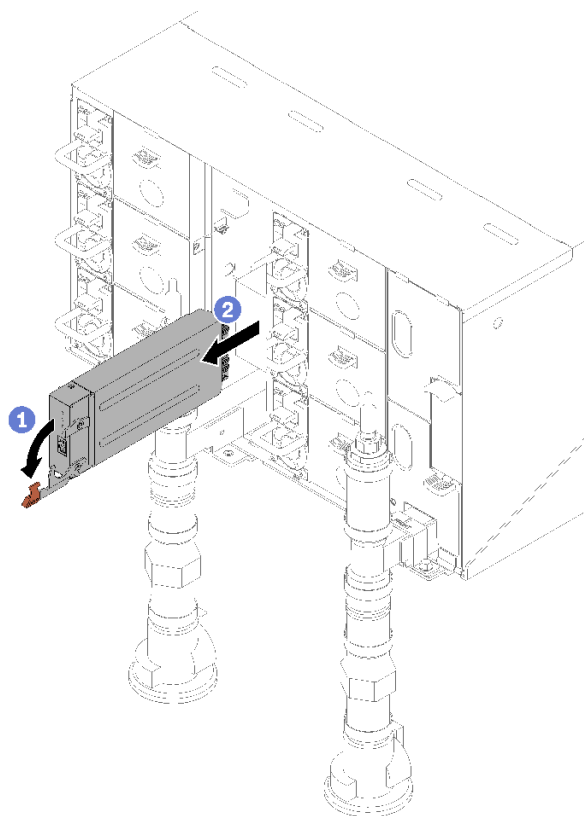


図 62. FPC カード・モジュールの取り外し

ステップ 2. リリース・タブを押し、サポート・ブラケットをエンクロージャから引き出します。

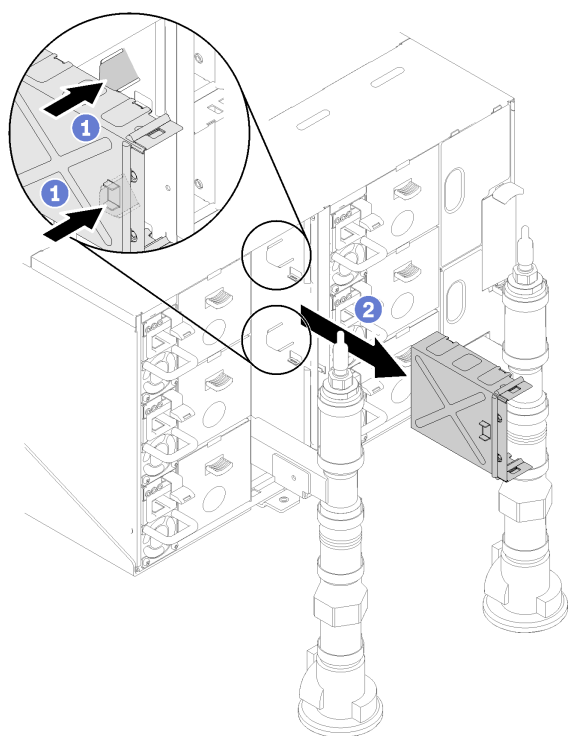


図 63. サポート・ブラケットの取り外し

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## FPC の取り付け

FPC を取り付けるには、この情報を使用します。

### S002



#### 警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

### S038



#### 警告：

この手順では、目を保護する防具を装着する必要があります。



FPC を取り付ける前に:

1. 安全に作業を行うために、33 ページの「取り付けのガイドライン」をお読みください。
2. EMC シールドを取り外します。

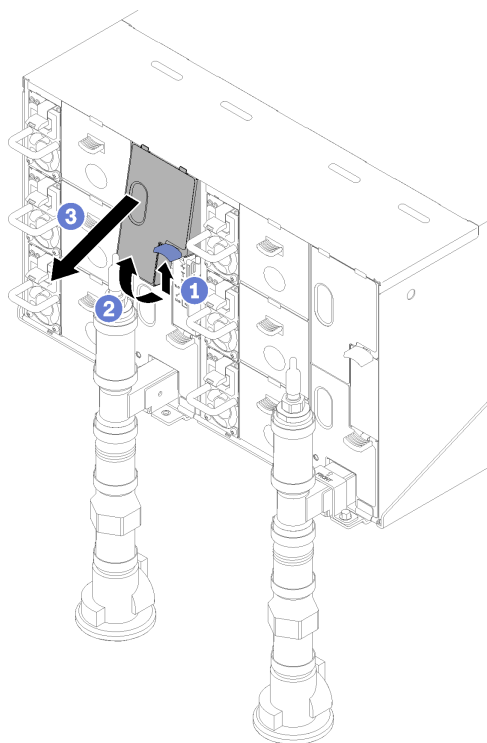


図 64. 上段の EMC シールドの取り外し

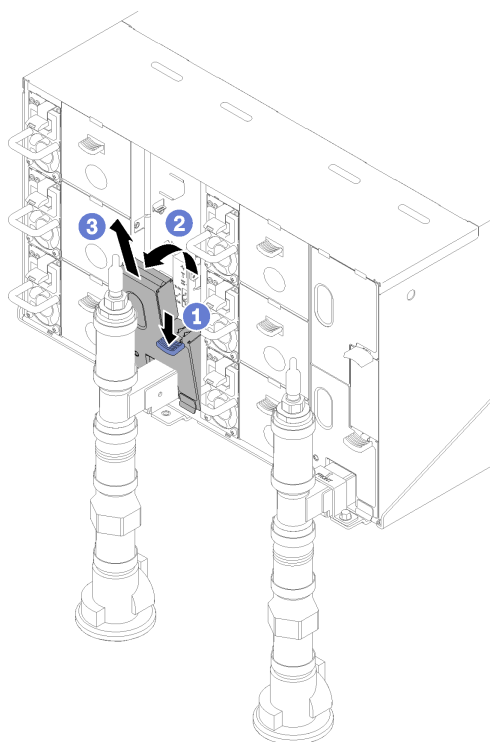


図 65. 左下 EMC シールドの取り外し

FPC を取り付けるには、次のステップを実行します。

ステップ 1. FPC モジュール・サポート・ブラケットを取り付けます。

ステップ 2. FPC モジュールをサポート・ブラケットに合わせます。次に、FPC モジュールを所定の位置にスライドさせてラッチを回転させます。

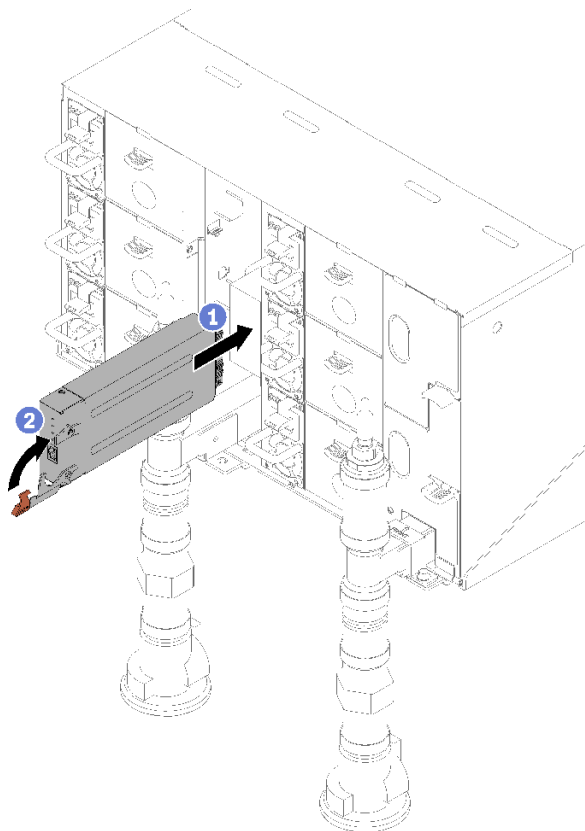


図 66. FPC モジュールの取り付け

## FPC バッテリーの交換

FPC バッテリーの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### FPC バッテリーの取り外し

FPC バッテリーを取り外すには、この情報を使用します。

S002



**警告：**

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

S004



**警告：**

リチウム・バッテリーを交換する場合は、Lenovo 指定の部品番号またはメーカーが推奨する同等タイプのバッテリーのみを使用してください。システムにリチウム・バッテリーが入ったモジュールがある場合、そのモジュールの交換には同じメーカーの同じモジュール・タイプのみを使用してください。バッテリーにはリチウムが含まれており、適切な使用、扱い、廃棄をしないと、爆発するおそれがあります。

次のことはしないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100° C (212° F) 以上に加熱する
- 修理または分解する

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

**S005**



**警告：**

バッテリーはリチウム・イオン・バッテリーです。爆発を避けるために、バッテリーを焼却しないでください。バッテリーは、推奨されたものとのみ交換してください。バッテリーをリサイクルまたは廃棄する場合は、地方自治体の条例に従ってください。

FPC バッテリーを取り外す前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. FPC を取り外します ([72 ページの「FPC の取り外し」](#)を参照)。
3. 現在のエンクロージャー設定およびエンクロージャー・ミッドプレーン VPD を新規の FPC に移行する場合、以下のことが実行済みであることを確認してください。
  - a. FPC 設定のバックアップおよびシャーシ・ミッドプレーンの VPD のバックアップ手順を実行済みである。
  - b. FPC から取り外した古い USB キーを取ってある。これは、新しい FPC に取り付けます。

FPC バッテリーを取り外すには、以下のステップを実行してください。

ステップ 1. バッテリーを見つけます。

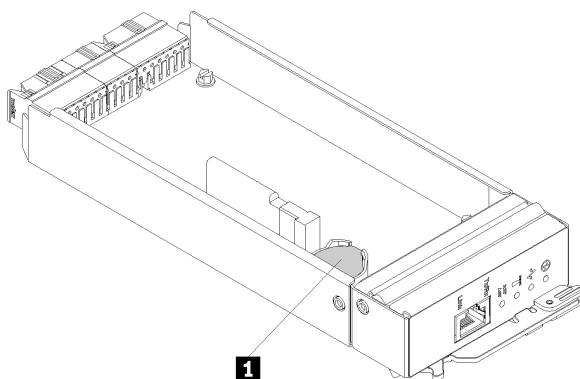


図 67. FPC バッテリーの位置

表 18. FPC バッテリーの位置

**1** FPC バッテリー

ステップ 2. 指の爪で、バッテリー保持クリップを押します。バッテリーが飛び出して、外れます。

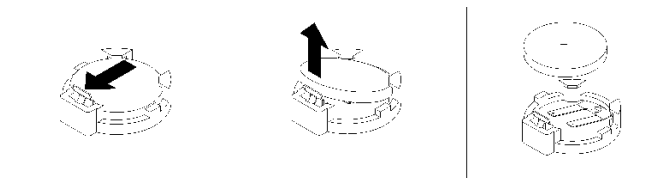


図 68. FPC バッテリーの取り外し

注：過度の力でバッテリーを持ち上げないでください。正しくバッテリーを取り外さないと、FPC 上のソケットが損傷する可能性があります。ソケットが損傷すると、FPC の交換が必要になる場合があります。

ステップ 3. バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。詳細については、「[環境通知](#)」を参照してください。

ステップ 4. 元の FPC VPD が交換されている場合は、それを保証が残っている新しい FPC に戻します。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## FPC バッテリーの取り付け

FPC バッテリーを取り付けるには、この情報を使用します。

### S002



**警告：**

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

### S004



**警告：**

リチウム・バッテリーを交換する場合は、Lenovo 指定の部品番号またはメーカーが推奨する同等タイプのバッテリーのみを使用してください。システムにリチウム・バッテリーが入ったモジュールがある場合、そのモジュールの交換には同じメーカーの同じモジュール・タイプのみを使用してください。バッテリーにはリチウムが含まれており、適切な使用、扱い、廃棄をしないと、爆発するおそれがあります。

次のことはしないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100° C (212° F) 以上に加熱する
- 修理または分解する

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

#### S005



#### 警告：

バッテリーはリチウム・イオン・バッテリーです。爆発を避けるために、バッテリーを焼却しないでください。バッテリーは、推奨されたものとのみ交換してください。バッテリーをリサイクルまたは廃棄する場合は、地方自治体の条例に従ってください。

FPC バッテリーを取り付ける前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. FPC を取り外します ([72 ページの「FPC の取り外し」](#)を参照)。
3. バッテリーを交換した後、FPC 設定を再構成する必要があります。
4. バッテリーを交換する場合、同一メーカーの同一タイプのリチウム・バッテリーと交換する必要があります。

FPC バッテリーを取り付けるには、以下のステップを実行します。

ステップ 1. バッテリーを見つけます。

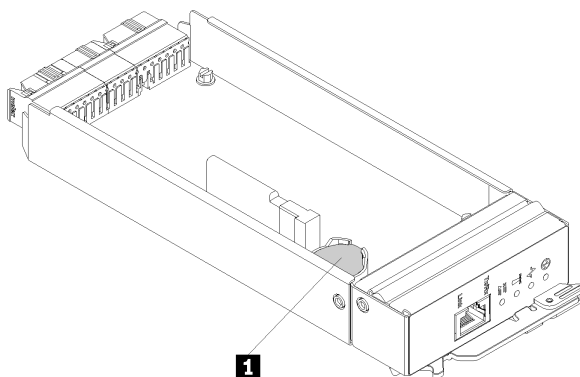


図 69. FPC バッテリーの位置

表 19. FPC バッテリーの位置

<b>1</b> FPC バッテリー
--------------------

- ステップ 2. バッテリーに付属の特殊な取り扱いや取り付けの説明書があれば、それに従ってください。
- ステップ 3. バッテリーをソケットに差し込めるように、斜めにします。
- ステップ 4. カチッと音がして所定の位置に収まるまでバッテリーをスライドさせて押し、ソケット内の所定の位置に入れます。

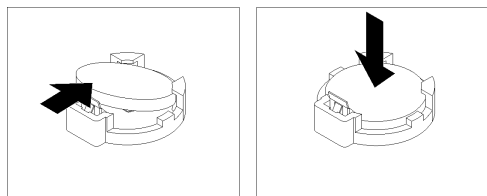


図 70. FPC バッテリーの取り付け

FPC バッテリーを取り付けた後、以下のステップを実行してください。

1. FPC をエンクロージャーに再取り付けします (76 ページの「FPC の取り付け」を参照)。
2. Setup Utility を始動して、構成をリセットします。

## ホット・スワップ・パワー・サプライの交換

ホット・スワップ・パワー・サプライの交換の取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

### ホット・スワップ・パワー・サプライの取り外し

ホット・スワップ・パワー・サプライを取り外すには、この情報を使用します。

#### S001



危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

#### S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにす

るものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

#### S035



#### 警告：

パワー・サプライまたはこのラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる場合はサービス技術員に連絡してください。

ホット・スワップ・パワー・サプライを取り外す前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。

注意：ソリューションにホット・スワップ・パワー・サプライが1台しか取り付けられていない場合は、パワー・サプライを取り外す前にソリューションの電源をオフにする必要があります。

ホット・スワップ電源を取り外すには、以下のステップを実行してください。

ステップ1. パワー・サプライの背面にあるコネクタから電源コードを抜きます。

ステップ2. オレンジ色のリリース・タブを押したままにします。

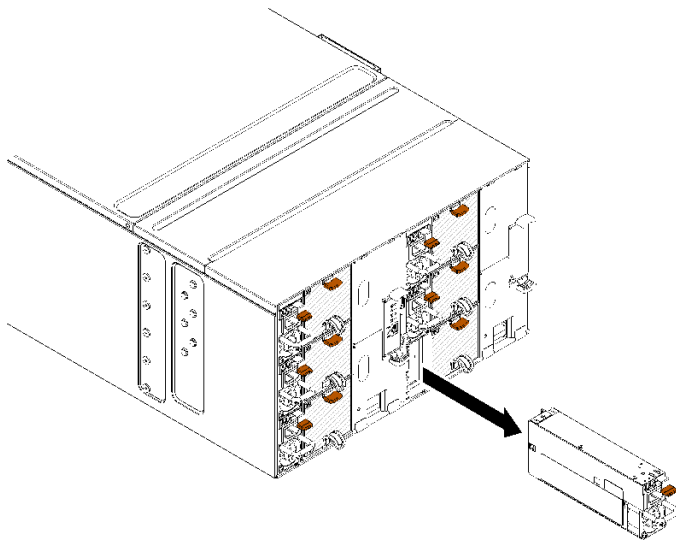


図71. ホット・スワップ・パワー・サプライの取り外し

ステップ3. ハンドルをつかんで、パワー・サプライをベイから引き抜きます。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

#### デモ・ビデオ



[YouTube で手順を参照](#)

## ホット・スワップ・パワー・サプライの取り付け

ホット・スワップ・パワー・サプライを取り付けるには、この情報を使用します。

### S001



危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能な限り片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

### S035



#### 警告：

パワー・サプライまたはこのラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる場合はサービス技術員に連絡してください。

ホット・スワップ・パワー・サプライを取り付ける前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. 以下の注意事項では、このエンクロージャーがサポートしているパワー・サプライのタイプ、およびパワー・サプライを取り付けるときに考慮する必要があるその他の情報を記載しています。
  - 冗長性をサポートするには、追加のホット・スワップ・パワー・サプライを取り付ける必要があります(ご使用のモデルに未取り付けの場合)。
  - 取り付けるデバイスがサポートされていることを確認します。エンクロージャーでサポートされているオプションのデバイスのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com/>を参照してください。

ホット・スワップ・パワー・サプライを取り付けるには、以下のステップを実行してください。

ステップ 1. ホット・スワップ・パワー・サプライを、リリース・ラッチがカチッと音がして所定の位置に収まるまでベイ内にスライドさせます。

**重要：**通常の運用中は、適切な冷却のために、各パワー・サプライ・ベイにパワー・サプライまたはパワー・サプライ・フィルター・パネルのいずれかを取り付けおく必要があります。

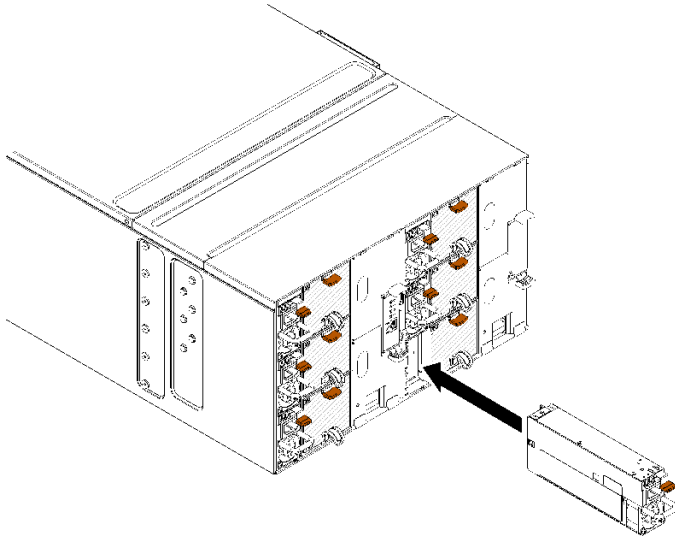


図 72. ホット・スワップ・パワー・サプライの取り付け

- ステップ 2. 新規のパワー・サプライ用の電源コードの一方の端をパワー・サプライ背面の AC コネクターに接続し、電源コードの他方の端を適切に接地された電源コンセントに接続します。
- ステップ 3. ノードの電源がオフの場合は、ノードの電源をオンにします。
- ステップ 4. パワー・サプライ上の AC 電源 LED が点灯して、パワー・サプライが正しく動作していることを示していることを確認します。ソリューションの電源がオンになったら、パワー・サプライ上の DC 電源 LED も点灯していることを確認します。

ホット・スワップ・パワー・サプライを取り付けたら、次のステップを実行してください。

- 1. 取り外した電源コードおよびすべてのケーブルを再接続します。
- 2. すべての計算ノードの電源をオンにします。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## 多岐管の交換

多岐管の取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### 多岐管の取り外し

以下の情報を使用して、多岐管を取り外します。

#### 警告：

水は皮膚や眼に刺激を与えることがあります。潤滑剤に直接触れないでください。

S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

S038



警告：

この手順では、目を保護する防具を装着する必要があります。

## L011



تحذير: يجب ارتداء النظارات الواقية لهذا الاجراء. (L011)

**AVISO:** Para este procedimento, são necessários óculos de proteção. (L011)

**ВНИМАНИЕ:** За тази процедура са необходими предпазни очила. (L011)

**ATTENTION :** Cette procédure requiert des lunettes de protection. (L011)

**警告:** 该过程需要护目镜。 (L011)

**警告：** 此程序需要護目鏡。 (L011)

**OPREZ:** Za izvođenje postupka su potrebne zaštitne naočale. (L011)

**POZOR:** K tomuto postupu jsou nutné ochranné brýle. (L011)

**Pas på!** Proceduren kræver beskyttelsesbriller. (L011)

**WAARSCHUWING:** Voor deze procedure is een beschermende bril vereist. (L011)

**CAUTION:** Protective eyewear is needed for the procedure. (L011)

**VAROITUS:** Toimet edellyttävät silmänsuojaimien käyttöä. (L011)

**Vorsicht:** Bei dieser Prozedur eine Schutzbrille tragen. (L011)

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτούνται προστατευτικά γυαλιά. (L011)

**VESZÉLY:** Az eljáráshoz védőszemüveget kell viselni. (L011)

**ATTENZIONE:** per la procedura sono necessarie protezioni per gli occhi. (L011)

危険: この作業には目を保護する道具が必要です。  
(L011)

주의: 이 절차에는 보호용 안경이 필요합니다. (L011)

**ВНИМАНИЕ:** За изведывање на постапката потребни се заштитни очила. (L011)

تنبه :  
تحتاج  
إلى  
ارتداء  
نظارات  
حماية  
(L011)

**ADVARSEL:** Vernebriller må benyttes for denne prosedyren. (L011)

**ZAGROŻENIE:** Procedura wymaga zastosowania okularów ochronnych. (L011)

**CUIDADO:** É necessário utilizar protecção ocular para a execução deste procedimento.  
(L011)

**ОСТОРОЖНО:** При выполнении этой операции необходимо надеть защитные очки. (L011)

**VÝSTRAHA:** Vykonanie tejto procedúry vyžaduje pomôcku na ochranu očí. (L011)

**POZOR:** Za ta postopek je potrebna zaščitna oprema za oči. (L011)

**PRECAUCIÓN:** Utilice protección ocular para llevar a cabo el procedimiento. (L011)

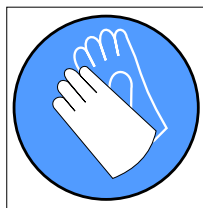
**Varning:** Skyddsglasögon krävs. (L011)

ཉེན་བརྒྱུད་འདིའི་ག་རེམ་ལ་སྤྱད་སྟོབ་རུ་ས་པ་ལྷན་པའི་མིག་གེལ་གྱི་ན་གོས། (L011)

ئاگاھلاندۇرۇش: سز مەشغۇلات جەريانىدا كۆز ئاسراش كۆزەينىكى تاقىۋېلىشىڭىز كېرەك. (L011)

Daezsingj: Aen cauhcoz neix aeu yungh yenjinging baujhoh lwgda. (L011)

## L014



تحذير: يجب ارتداء القفازات الكيميائية المقاومة لهذا الاجراء. (L014)

**AVISO:** Para este procedimento, são necessárias luvas com resistência química. (L014)

**ВНИМАНИЕ:** За тази процедура са необходими химически устойчиви ръкавици. (L014)

**ATTENTION :** Cette procédure requiert des gants de protection contre les produits chimiques. (L014)

**警告:** 该过程需要化学防护手套。 (L014)

**警告:** 此程序需要抗化學劑手套。 (L014)

**OPREZ:** Za ovaj postupak su potrebne kemijski otporne zaštitne rukavice. (L014)

**POZOR:** K tomuto postupu jsou nutné ochranné brýle. (L014)

**Pas på!** Bær handsker, der er modstandsdygtige over for kemikalier, når du skal udføre denne proces. (L014)

**WAARSCHUWING:** Voor deze procedure zijn tegen chemicaliën beschermende handschoenen vereist. (L014)

**CAUTION:** Chemical resistant gloves are needed for this procedure. (L014)

**VAROITUS:** Toimet edellyttävät kemiallisesti kestävästä materiaaleista valmistettujen suojakäsineiden käyttöä. (L014)

**Vorsicht:** Bei dieser Aktion müssen chemische Schutzhandschuhe getragen werden. (L014)

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτούνται ειδικά γάντια, ανθεκτικά στις χημικές ουσίες. (L014)

**VIGYÁZAT:** Az eljáráshoz vegyi anyagokkal szemben ellenálló védőszemüveget kell viselni. (L014)

**ATTENZIONE:** per questa procedura sono necessari guanti resistenti ad agenti chimici. (L014)

**危険:** この作業には化学耐性のあるグローブが必要です。 (L014)

**주의:** 이 절차를 수행하려면 내화학성 장갑을 착용해야 합니다. (L014)

**ВНИМАНИЕ:** За изведывање на оваа постапка потребни се ракавици за хемиска заштита. (L014)

⚠ : (L014)

**ADVARSEL:** Vernehansker av motstandsdyktig materiale må benyttes for denne prosedyren. (L014)

**ZAGROŻENIE:** Procedura wymaga użycia rękawic ochronnych. (L014)

**CUIDADO:** É necessária a utilização de luvas resistentes a químicos para a execução deste procedimento. (L014)

**ОСТОРОЖНО:** Для этой процедуры необходимы перчатки, устойчивые к химическим воздействиям. (L014)

**VÝSTRAHA:** Vykonanie tejto procedúry vyžaduje rukavice odolné chemikáliám. (L014)

**POZOR:** Za delo so potrebne proti kemičnim sredstvom odporne rokavice. (L014)

**PRECAUCIÓN:** Utilice guantes resistentes a los productos químicos para llevar a cabo el procedimiento. (L014)

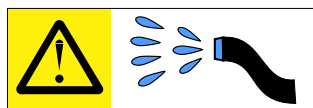
**Varning:** Kemikalietåliga handskar behövs. (L014)

ཉེན་ཁ། : བཞོལ་སྒྱུར་འདིའི་གོ་རིམ་ལ་སྒྱུར་སྒྱུར་ཁུ་ས་པ་ལྷན་པའི་རྒྱུ་འབྱུང་རྩ་ལ་འགོག་ལག་ཁྱབ་ས་གོན་དགོས། (L014)

ئاگاھلاندۇرۇش: بۇ مەشغۇلات جەريانىدا خىمىيىلىك چىرىشتىن ساقلىنىش پەللىنى كىيۈپلىشىڭىز كېرەك. (L014)

Daezsingj: Aen cauhcoz neix aeu yungh madfwngz naih vayoz myaex. (L014)

## L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبتلة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,  
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)**

危险: 由于本产品中存在水或者水溶液, 因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。 (L016)

危險: 本產品中有水或水溶液, 會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時, 請避免使用或靠近帶電的設備。 (L016)

**OPASNOST:** Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u  
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena  
tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)



**Gefahr:** Aufgrund von Wasser oder wässriger Lösung in diesem Produkt besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Nicht mit nassen Händen oder in der Nähe von Wasserlachen an oder in unmittelbarer Nähe von Bauteilen arbeiten, die unter Strom stehen. (L016)

**VESZÉLY:** A víz vagy a termékben lévő vizes alapú hűtőfolyadék miatt fennáll az elektromos áramütés veszélye. Ne dolgozzon áram alatt lévő berendezésen és közelében nedves kézzel, illetve amikor folyadék kerül a berendezésre.  
(L016)

危険：この製品内に存在する水または水溶液によって、電気ショックの危険があります。  
手が濡れている場合やこぼれた水が周囲にある場合は、電圧が印加された装置またはその  
周辺での作業は行わないでください。(L016)

**ОПАСНОСТ:** Опасност од струен удар поради присаство на вода или на воден раствор во овој производ. Избегнувајте работење на опрема вклучена во струја или во близина на опрема вклучена во струја со влажни раце или кога има истурено вода.  
(L016)

[illegible]

**NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym z powodu występowania w produkcie wody lub roztworu wodnego. Nie należy pracować przy podłączonym do źródła zasilania urządzeniu lub w jego pobliżu z mokrymi dłońmi lub kiedy rozlano wodę.

第 3 章. ハードウェア交換手順 93

**ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)**

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

**PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)**

**Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)**

ཉེན་བརྒྱུ: རྩོམ་ཆས་འདིའི་ནང་དུ་ཆུ་འཕ་ཆུའི་གཞིར་གཟུགས་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ལས་སློག་ཆུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་ཐོག་ཆུ་ཡོད་པའམ་ཆུ་ཐིག་མར་བཞུར་བའི་གནས་སྟངས་འོག་སློག་ཡོད་པའི་སློག་ཆས་ལ་བཞོལ་སྤྱད་བྱེད་མི་ཉེན་པོ་ཡོད། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سىرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۇسكۇنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۇسكۇنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemyj: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemyj bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)

注意：計算冷却システムで使用された化学処理した水を使用する場合は、必ず、適切な処理手順に従ってください。化学物質安全性データ・シート (MSDS) および安全に関する情報が化学処理水の提供者から提供されていること、および化学処理水の提供者が推奨する適切な個人防護具 (PPE) が入手可能であることを確認してください。保護手袋と眼鏡を予防措置として推奨します。

多岐管を取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。

多岐管を取り外すには、次の手順に従ってください。

ステップ 1. ラック全体のすべての DWC トレイをエンクロージャーから約 4 インチまたは 100 mm スライドさせます ([253 ページの「エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し」](#)を参照)。

ステップ 2. ラックの前面で、両方の Eaton ボール・バルブを閉じます。

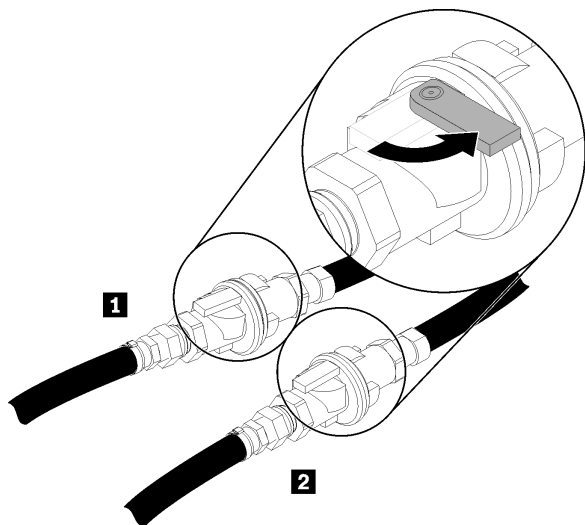


図 73. Eaton ボール・バルブを閉じる

表 20. Eaton ボール・バルブ

<b>1</b> ラック 供給	<b>2</b> ラック・リターン
-----------------	-------------------

ステップ 3. 上部エンクロージャの両側にある EMC シールドを取り外します。

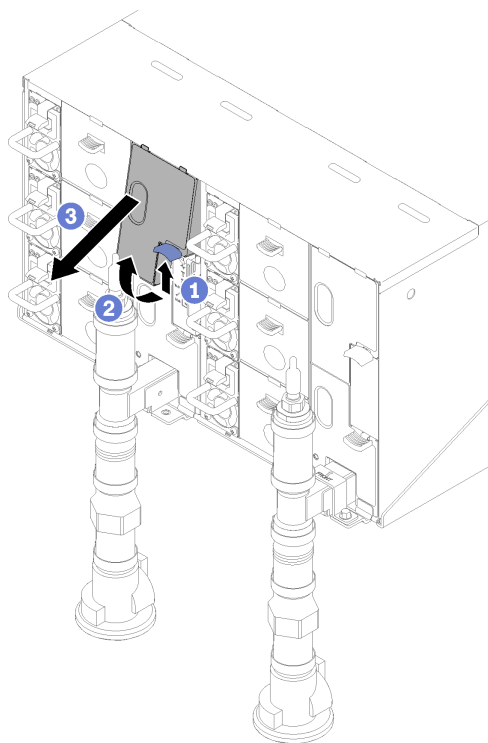


図 74. EMC シールドの取り外し

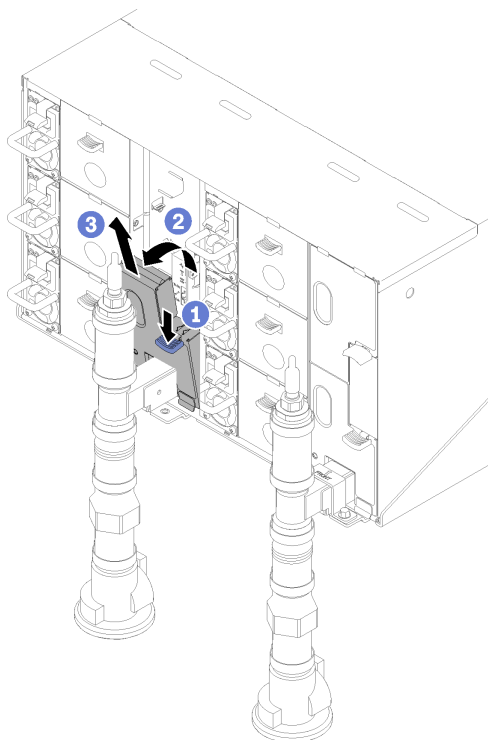


図 75. EMC シールドの取り外し

ステップ 4. 赤色のクイック・コネクト・プラグ・カバーを各多岐管の上部から取り外します。

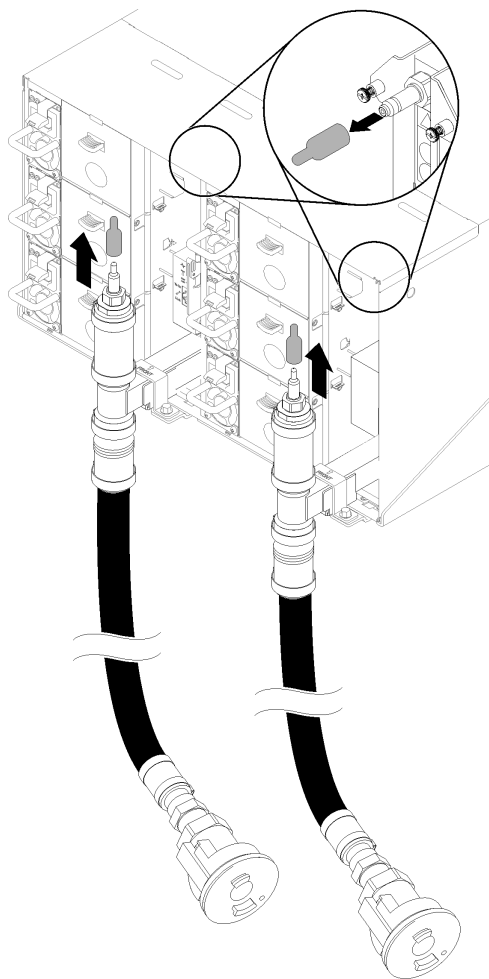


図 76. クイック・コネクト・プラグ・カバーの取り外し

ステップ 5. 開いたドレイン・ホースの青いホースの端 (お客様の敷地内に残っているツール) をバケツに入れます。ドレン・ホース・バルブのレバーが閉じていることを確認します (レバーがホースから切り離されていることを確認します)。

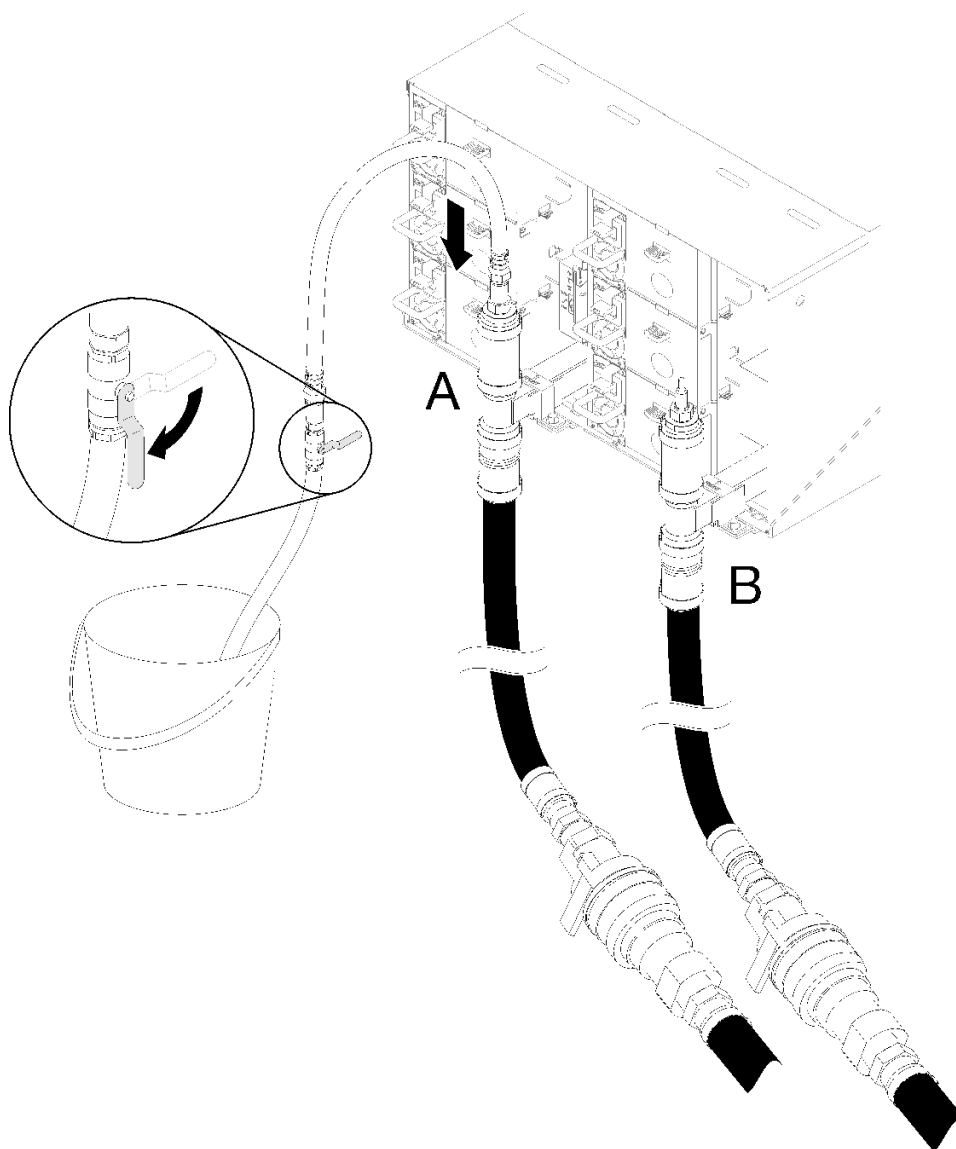


図 77. 水の排出

ステップ 6. クイック・コネクト・ソケットをドレイン・ホースのツールからリターン側多岐管の上部 (ラックの中央に位置) に接続します。

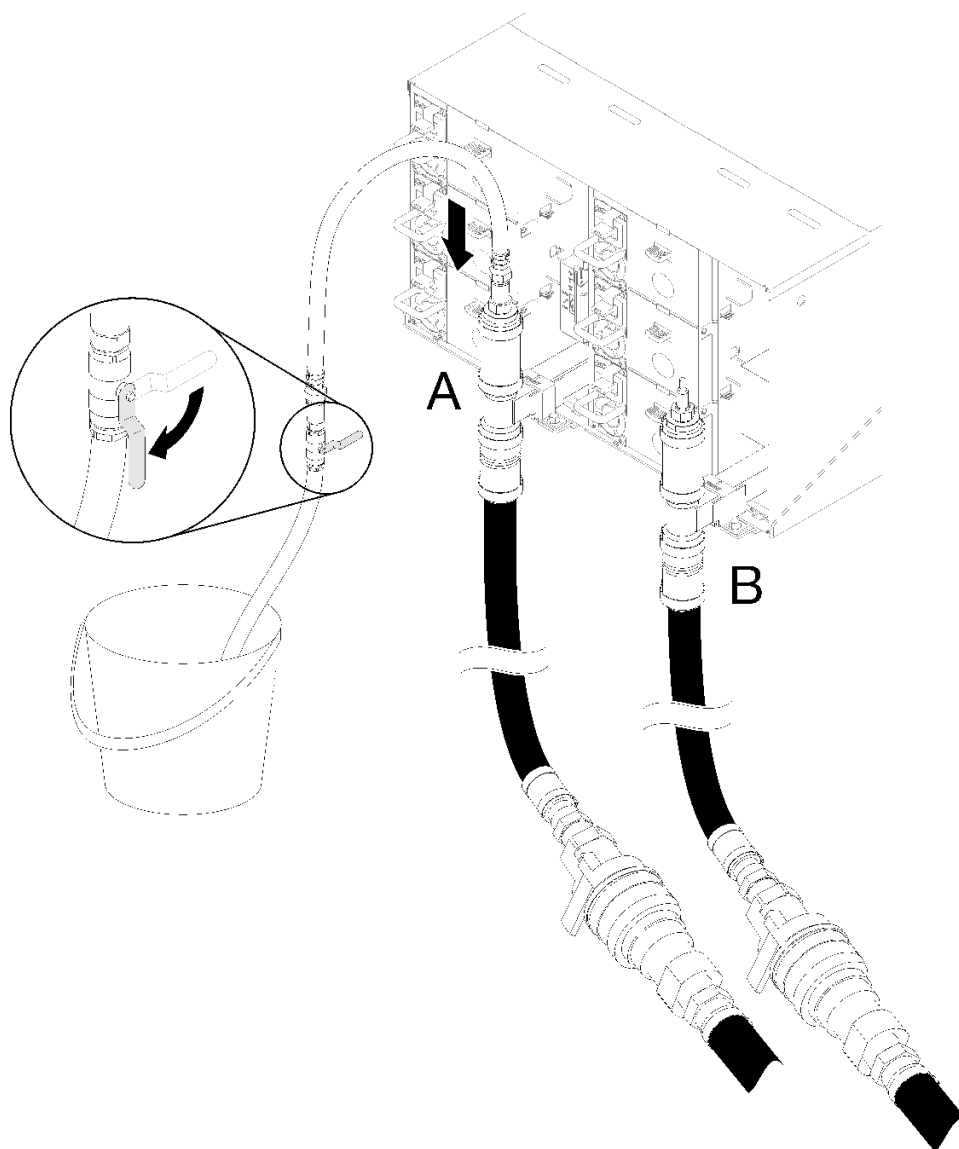


図 78. クイック・コネクト・ソケットをドレイン・ホースのツールからリターン側多岐管の上部に接続

ステップ 7. クイック・コネクトを取り付けたら、ホースのバルブをゆっくり開き、水が流れなくなるまで (約 1 分間) 水を排出します。

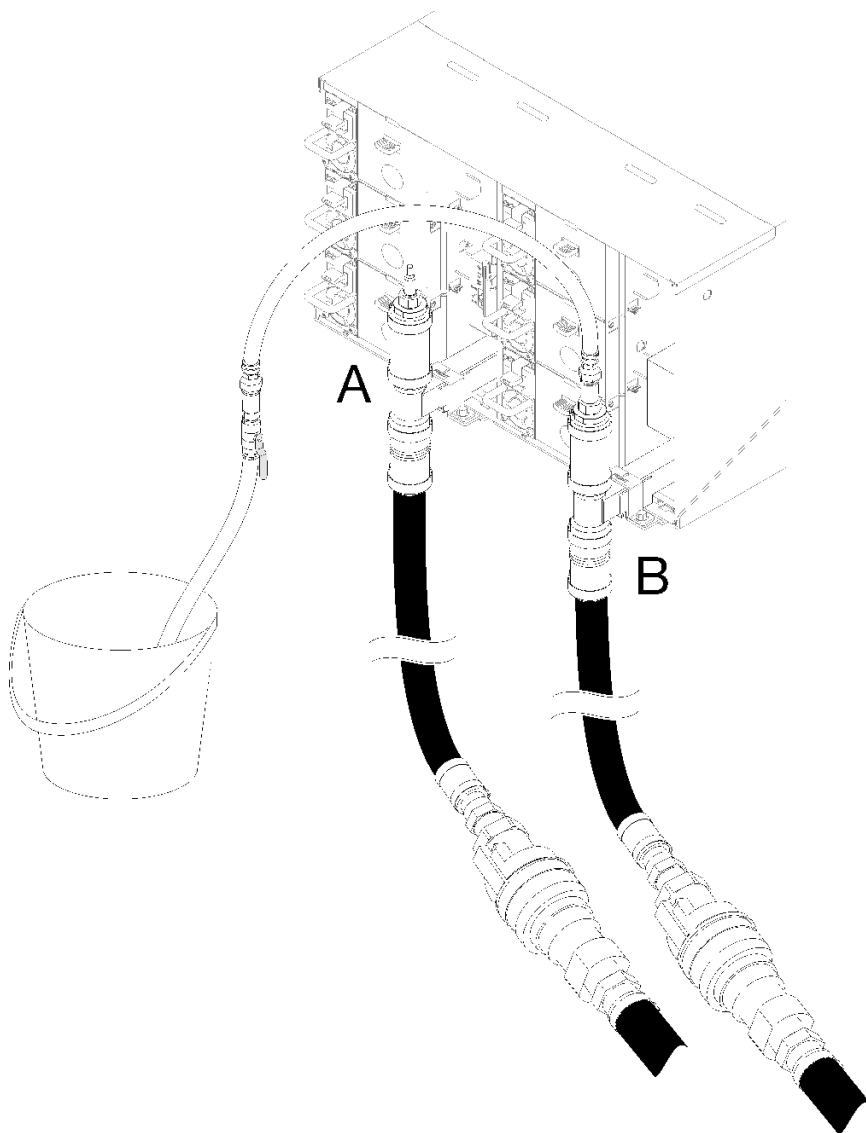


図 79. 水の排出

ステップ 8. 他の多岐管の最上部位置 (ラックの側壁に最も近い位置) に移動します。水が流れなくなるまで、ホースを多岐管の上部に接続したままにしておきます。多岐管上部からクイック・コネクトを外します。



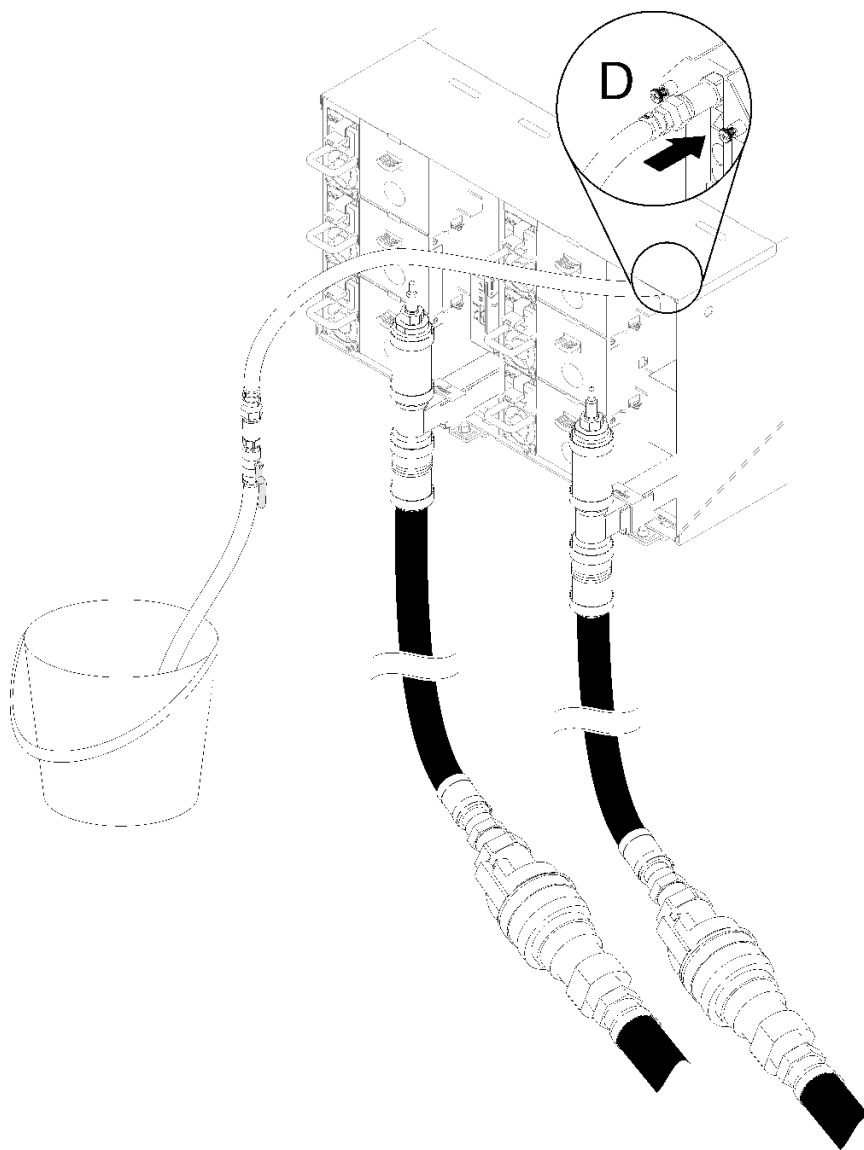


図 80. クイック・コネクト・ソケットをドレイン・ホースのツールから供給側多岐管の上部に接続

- ステップ 9. 各エンクロージャの場所 C と場所 D のクイック・コネクトに到達させて、一定量の水が排出されるようにして、上部エンクロージャから下部エンクロージャまで各エンクロージャで続けます。ラック全体のすべての位置で排水されるまで、排水処理を繰り返します。
- ステップ 10. ラックの前面に戻す前に、交換する部分がある多岐管に置くホースを多岐管の上に再度取り付けます。
- ステップ 11. この時点で、多岐管が適切に使用できるように適切に排水されていなければなりません。多岐管にはまだ水が残っているので、排水される可能性のある水を回収するために吸収布で作業エリアの準備を整えてください。
- ステップ 12. どの多岐管を交換する必要があるかを判別します。
- ステップ 13. ラックの背面に移動します。多岐管を保持している多岐管保持ブラケットを取り外します (上部エンクロージャ位置のみ)。

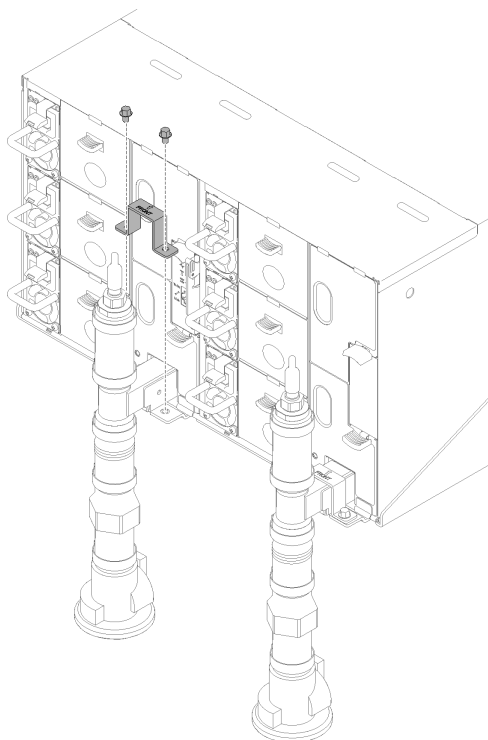


図 81. 保持ブラケットの取り外し

ステップ 14. ラッチを上押し、ドリップ・センサー・アセンブリーを後方にスライドさせます。ドリップ・センサー・アセンブリーを持ち上げてセンサー・ポストが見えるようにして、エンクロージャーから引き出します。

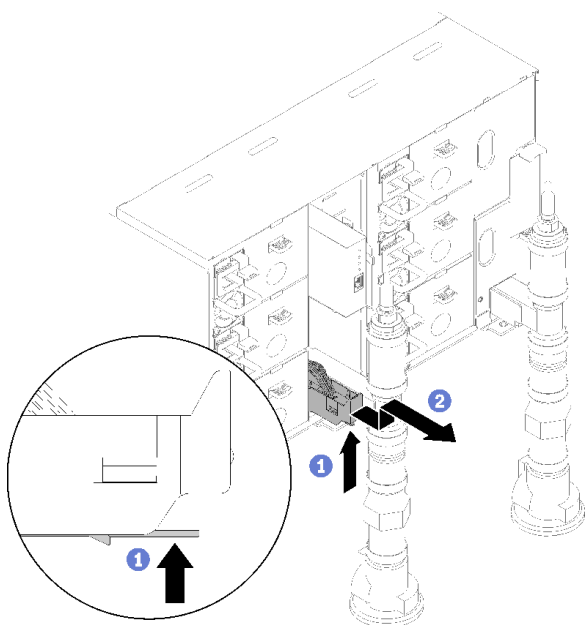


図 82. ドリップ・センサー・アセンブリー、取り外し

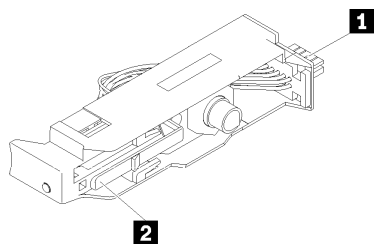


図 83. ドリップ・センサー・アセンブリー

表 21. ドリップ・センサー・アセンブリー

1 コネクター	2 ラッチ
---------	-------

ステップ 15. 左多岐管の一部が交換されている場合は、FPC カード・モジュールと FPC カード・モジュール・サポート・ブラケットを取り外します。右側の多岐管の場合は、ブランク・フィラーを取り外します。

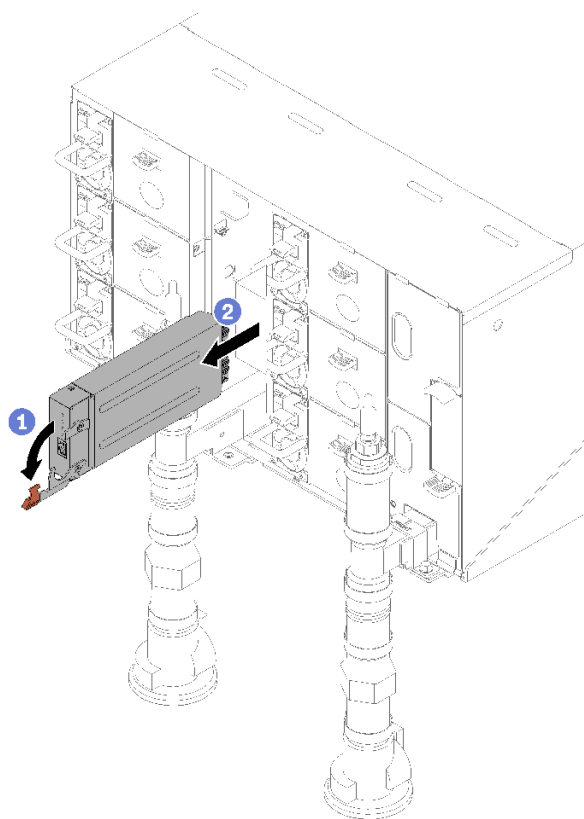


図 84. FPC カード・モジュールの取り外し

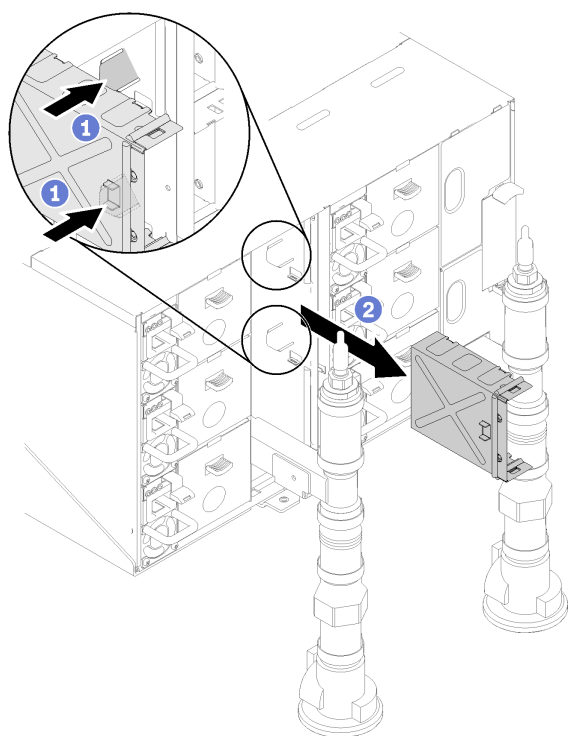


図 85. サポート・ブラケットの取り外し

ステップ 16.4 本のネジ (多岐管修理キットに含まれているドライバーを使用) を外して、エンクロージャーの多岐管ブラケットを緩めます。

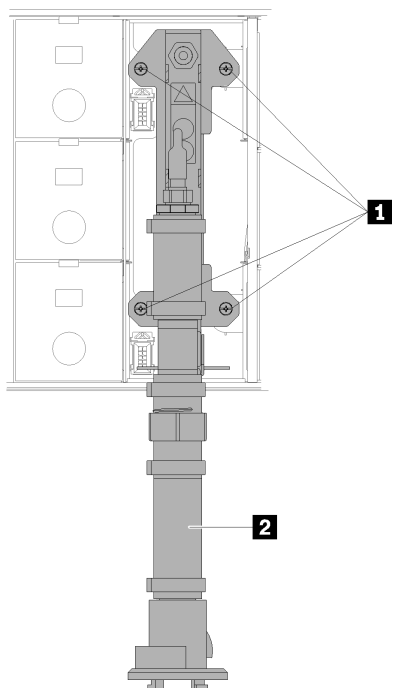


図 86. 多岐管ねじの位置

表 22. 多岐管ねじの位置

<b>1</b> ねじ	<b>2</b> 多岐管
-------------	--------------

ステップ 17. 交換する多岐管全体に自由にアクセスできるようになるまで、すべての多岐管セクションに対してステップ 14 ～ 17 を繰り返します。

ステップ 18. 多岐管全体を取り外し、次のステップに備えて地面に置きます。

ステップ 19. 取り外す多岐管のセクションの下にパンを置きます。

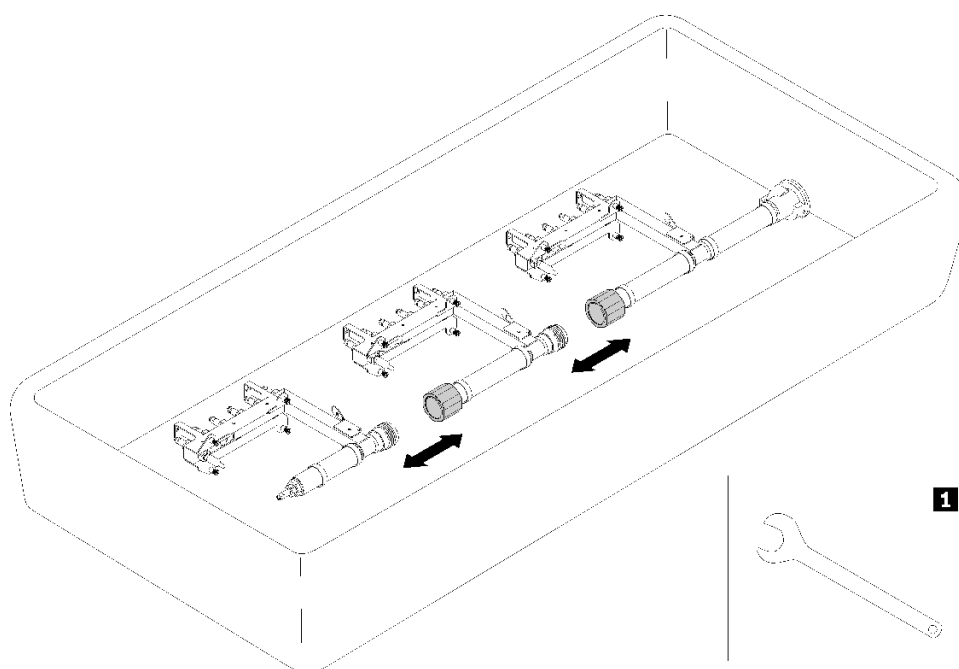


図 87. 多岐管の分解

表 23. 多岐管の分解

<b>1</b> 41 mm レンチ
--------------------

ステップ 20. 継手を外して多岐管の残りの部分から交換する多岐管セクションを外します。交換用多岐管セクションのキットに付属の 41 mm レンチを使用してください。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## 多岐管の取り付け

多岐管を取り付けるには、この情報を使用します。

### 警告：

水は皮膚や眼に刺激を与えることがあります。潤滑剤に直接触れないでください。

S002



警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

S038



警告：

この手順では、目を保護する防具を装着する必要があります。

**L011**



تحذير: يجب ارتداء النظارات الواقية لهذا الاجراء. (L011)

**AVISO:** Para este procedimento, são necessários óculos de proteção. (L011)

**ВНИМАНИЕ:** За тази процедура са необходими предпазни очила. (L011)

**ATTENTION:** Cette procédure requiert des lunettes de protection. (L011)

**警告:** 该过程需要护目镜。 (L011)

**警告:** 此程序需要護目鏡。 (L011)

**OPREZ:** Za izvođenje postupka su potrebne zaštitne naočale. (L011)

**POZOR:** K tomuto postupu jsou nutné ochranné brýle. (L011)

**Pas på!** Proceduren kræver beskyttelsesbriller. (L011)

**WAARSCHUWING:** Voor deze procedure is een beschermende bril vereist. (L011)

**CAUTION:** Protective eyewear is needed for the procedure. (L011)

**VAROITUS:** Toimet edellyttävät silmänsuojaimien käyttöä. (L011)

**Vorsicht:** Bei dieser Prozedur eine Schutzbrille tragen. (L011)

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτούνται προστατευτικά γυαλιά. (L011)

**VESZÉLY:** Az eljáráshoz védőszemüveget kell viselni. (L011)

**ATTENZIONE:** per la procedura sono necessarie protezioni per gli occhi. (L011)

危険: この作業には目を保護する道具が必要です。  
(L011)

주의: 이 절차에는 보호용 안경이 필요합니다. (L011)

**ВНИМАНИЕ:** За изведуване на постапката потребни се заштитни очила. (L011)

تذکرہ :  
آئینہ نظر  
آئینہ نظر  
آئینہ نظر  
آئینہ نظر  
(101)

**ADVARSEL:** Vernebriller må benyttes for denne prosedyren. (L011)

**ZAGROŻENIE:** Procedura wymaga zastosowania okularów ochronnych. (L011)

**CUIDADO:** É necessário utilizar proteção ocular para a execução deste procedimento. (L011)

**ОСТОРОЖНО:** При выполнении этой операции необходимо надеть защитные очки. (L011)

**VÝSTRAHA:** Vykonanie tejto procedúry vyžaduje pomôcku na ochranu očí. (L011)

**POZOR:** Za ta postopek je potrebna zaščitna oprema za oči. (L011)

**PRECAUCIÓN:** Utilice protección ocular para llevar a cabo el procedimiento. (L011)

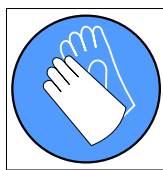
**Varning:** Skyddsglasögon krävs. (L011)

ཉན་བཞ། : བཞུ་སྤྱད་འདིའི་གོ་ཅེ་མ་ལ་སྤྱད་སྤྱད་ལ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་འི་མེག་ཤེལ་གྱི་ན་དགོས། (L011)

ئاگاھلاندۇرۇش : سز مەشغۇلات جەريانىدا كۆز ئاسراش كۆزەينىكى تاقىۋېلىشىڭىز كېرەك. (L011)

Daezsingj: Aen cauhcoz neix aeu yungh yenjing baujhoh lwgda. (L011)

## L014



تحذير: يجب ارتداء القفازات الكيميائية المقاومة لهذا الإجراء. (L014)

**AVISO:** Para este procedimento, são necessárias luvas com resistência química. (L014)

**ВНИМАНИЕ:** За тази процедура са необходими химически устойчиви ръкавици. (L014)

**ATTENTION :** Cette procédure requiert des gants de protection contre les produits chimiques. (L014)

**警告:** 该过程需要化学防护手套。 (L014)

**警告:** 此程序需要抗化學劑手套。 (L014)

**OPREZ:** Za ovaj postupak su potrebne kemijski otporne zaštitne rukavice. (L014)

**POZOR:** K tomuto postupu jsou nutné ochranné brýle. (L014)

**Pas på!** Bær handsker, der er modstandsdygtige over for kemikalier, når du skal udføre denne proces. (L014)

**WAARSCHUWING:** Voor deze procedure zijn tegen chemicaliën beschermende handschoenen vereist. (L014)

**CAUTION:** Chemical resistant gloves are needed for this procedure. (L014)

**VAROITUS:** Toimet edellyttävät kemiallisesti kestävästä materiaaleista valmistettujen suojakäsineiden käyttöä. (L014)

**Vorsicht:** Bei dieser Aktion müssen chemische Schutzhandschuhe getragen werden. (L014)

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτούνται ειδικά γάντια, ανθεκτικά στις χημικές ουσίες. (L014)

**VIGYÁZAT:** Az eljáráshoz vegyi anyagokkal szemben ellenálló védőszemüveget kell viselni. (L014)

**ATTENZIONE:** per questa procedura sono necessari guanti resistenti ad agenti chimici. (L014)

**危険:** この作業には化学耐性のあるグローブが必要です。 (L014)



**주의:** 이 절차를 수행하려면 내화학성 장갑을 착용해야 합니다. (L014)

**ВНИМАНИЕ:** За изведывање на оваа постапка потребни се ракавици за хемиска заштита. (L014)

تعليمات :  
يجب ارتداء  
قفازات  
مقاومة  
كيميائية  
لتنفيذ  
هذه  
الخطوة  
(L014)

**ADVARSEL:** Vernehansker av motstandsdyktig materiale må benyttes for denne prosedyren. (L014)

**ZAGROŽENIE:** Procedura wymaga użycia rękawic ochronnych. (L014)

**CUIDADO:** É necessária a utilização de luvas resistentes a químicos para a execução deste procedimento. (L014)

**ОСТОРОЖНО:** Для этой процедуры необходимы перчатки, устойчивые к химическим воздействиям. (L014)

**VÝSTRAHA:** Vykonanie tejto procedúry vyžaduje rukavice odolné chemikáliám. (L014)

**POZOR:** Za delo so potrebne proti kemičnim sredstvom odporne rokavice. (L014)

**PRECAUCIÓN:** Utilice guantes resistentes a los productos químicos para llevar a cabo el procedimiento. (L014)

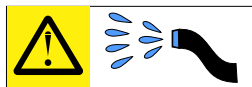
**Varning:** Kemikalietåliga handskar behövs. (L014)

ཉེན་ཁ་ : བཞོལ་སྒྱུར་འདིའི་གོ་རིམ་ལ་སླང་སྒྱུབ་རྩལ་པ་ལྟན་པའི་ཇལ་འགྱུར་རུལ་འགྲེག་ལག་ཁྱབས་གོན་དགོས།  
(L014)

ئاگاھلاندۇرۇش: بۇ مەشغۇلات جەريانىدا خىمىيىلىك چىرىشتىن ساقلىنىش پەللىنى كىيىۋېلىشىڭىز كېرەك. (L014)

Daezsingj: Aen cauhoz neix aeu yungh madfwngz naih vayoz myaex. (L014)

## L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بإيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение, докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER :** Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)

危險: 由于本产品中存在水或者水溶液, 因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。 (L016)

危險: 本產品中有水或水溶液, 會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時, 請避免使用或靠近帶電的設備。 (L016)

**OPASNOST:** Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømforende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)

**VAARA:** Tässä tuotteessa oleva vesi tai vettä sisältävä liuos voi aiheuttaa sähköiskuvaaran. Vältä työskentelyä jännitteellisen laitteen ääressä tai sen läheisyydessä märin käsin tai jos laitteessa tai sen läheisyydessä on vesiroiskeita. (L016)

**Gefahr:** Aufgrund von Wasser oder wässriger Lösung in diesem Produkt besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Nicht mit nassen Händen oder in der Nähe von Wasserlachen an oder in unmittelbarer Nähe von Bauteilen arbeiten, die unter Strom stehen. (L016)

**KΙΝΔΥΝΟΣ:** Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εξαιτίας της παρουσίας νερού ή υγρού διαλύματος στο εσωτερικό του προϊόντος. Αποφύγετε την εργασία με ενεργό εξοπλισμό ή κοντά σε ενεργό εξοπλισμό με βρεγμένα χέρια ή όταν υπάρχει διαρροή νερού. (L016)

**VESZÉLY:** A víz vagy a termékben lévő vizes alapú hűtőfolyadék miatt fennáll az elektromos áramütés veszélye. Ne dolgozzon áram alatt lévő berendezésen és közelében nedves kézzel, illetve amikor folyadék kerül a berendezésre. (L016)

**PERICOLO:** rischio di scossa elettrica a causa di presenza nel prodotto di acqua o soluzione acquosa. Evitare di lavorare su o vicino l'apparecchiatura accesa con le mani bagnate o in presenza di acqua. (L016)

危険：この製品内に存在する水または水溶液によって、電気ショックの危険があります。手が濡れている場合やこぼれた水が周囲にある場合は、電圧が印加された装置またはその周辺での作業は行わないでください。(L016)

**위험:** 이 제품에는 물 또는 수용액으로 인한 전기 쇼크 위험이 있습니다. 젖은 손으로 또는 얹질러진 물이 있는 상태에서 전력이 공급되는 장비나 그 주변에서 작업하지 마십시오. (L016)

**ОПАСНОСТ:** Опасност од струен удар поради присуство на вода или на воден раствор во овој производ. Избегнувајте работење на опрема вклучена во струја или во близина на опрема вклучена во струја со влажни раце или кога има истурено вода.

[illegible]

FARE: Fare for elektrisk støt på grunn av vann eller en vandig oppløsning som finnes i dette produktet. Unngå å arbeide med eller i nærheten av strømførende utstyr med våte hender eller ved eventuelt vannsøl. (L016)

**NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym z powodu występowania w produkcie wody lub roztworu wodnego. Nie należy pracować przy podłączonym do źródła zasilania urządzeniu lub w jego pobliżu z mokrymi dłońmi lub kiedy rozlano wodę.  
(L016)

**PERIGO:** Risco de choque eléctrico devido à presença de água ou líquidos no produto. Evite trabalhar com equipamento com energia, ou na sua proximidade, com mãos molhadas ou caso exista água derramada. (L016)

**ОПАСНО:** Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)

**NEBEZPEČENSTVO:** Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda.  
(L016)

**NEVARNOST:** Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku.  
Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda.  
(L016)

**PELIGRO:** Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)

**Fara:** Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)

ཉེན་པ་ན། ཁོ་ཁྱེས་འདི་ནང་རྒྱུ་མཉམ་ཆུང་གི་མེད་གཞུགས་འདུས་ཡོད་པ་མ་དེ་ལས་སློག་ཆུག་པ་མི་ཉེན་པ་ཡོད།  
ལག་པ་མི་སློག་ཆུ་ཡོད་པ་མཉམ་ཆུ་སློག་མེད་པ་ལྟར་པ་མི་གཏན་ཆུང་འོག་སློག་ཡོད་པ་མི་སློག་ཆས་ལ་ཤོ་ཡུལ་ཕྱུང་བྱེད་མི་ཉ  
ན། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۇل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سىرغىپ چىققان ھالەتتە، توككۇتۇ ئۈسكۈنىگە قارىتا ۋە ياكى توككۇتۇ ئۈسكۈنىسىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات قېلىپ بارغىلى بولىدۇ. (L016)

Yungyiemi: Youzyiz aen canbjin miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemi  
bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong.  
(L016)

注意：計算冷却システムで使用された化学処理した水を使用する場合は、必ず、適切な処理手順に従ってください。化学物質安全性データ・シート (MSDS) および安全に関する情報が化学処理水の提供者から提供されていること、および化学処理水の提供者が推奨する適切な個人防護具 (PPE) が入手可能であることを確認してください。保護手袋と眼鏡を予防措置として推奨します。

多岐管を取り付ける前に：

1. 安全に作業を行うために、33 ページの「取り付けのガイドライン」をお読みください。
2. エンクロージャから DWC トレイ が取り外されていることを確認してください (253 ページの「エンクロージャからの DWC トレイ の取り外し」を参照)。

多岐管を取り付けるには、次のステップを実行してください。

ステップ 1. 新しい多岐管部を多岐管に取り付け、継ぎ手を接続します。

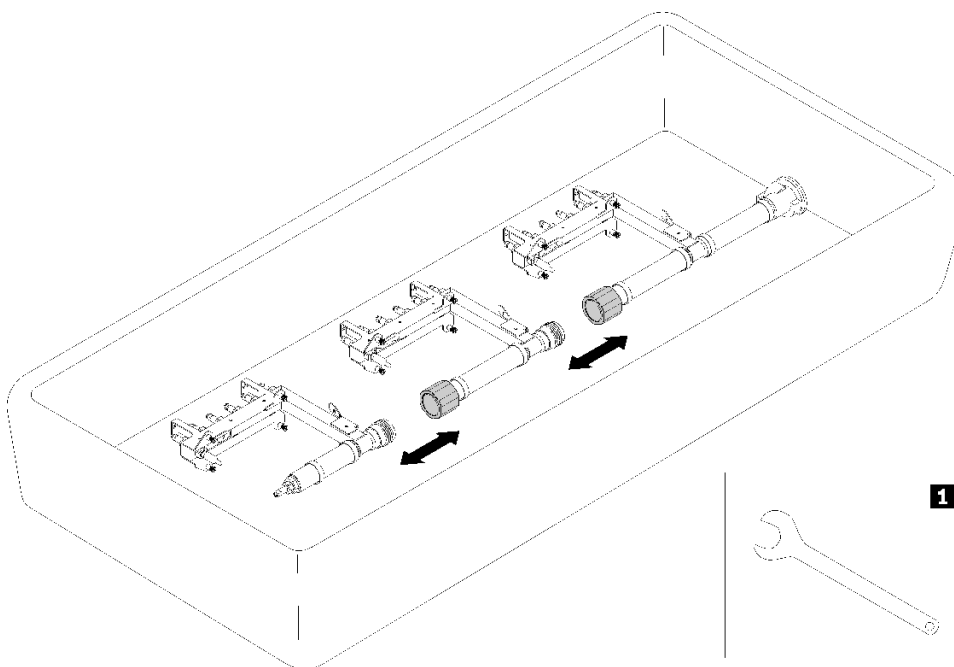


図 88. 多岐管の分解

表 24. 多岐管の分解

<b>1</b> 41 mm レンチ
--------------------

ステップ 2. 多岐管ブラケットとエンクロージャの間の 4 本のねじを締めます (多岐管修理キットに含まれているドライバを使用)。

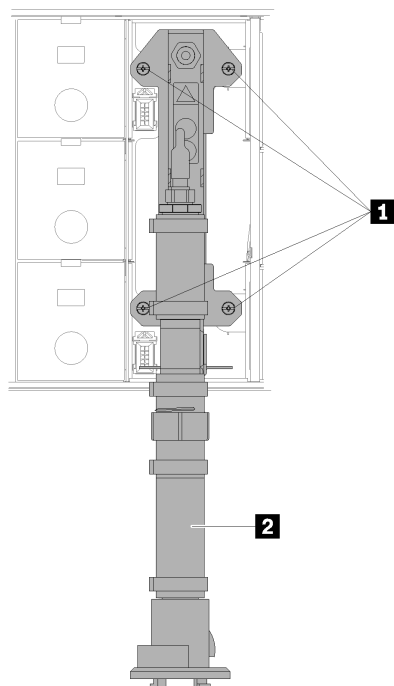


図 89. 多岐管ねじの位置

表 25. 多岐管ねじの位置

1 ねじ	2 多岐管
------	-------

- ステップ 3. 上部から始めて、上部多岐管部分の多岐管ブラケットを上部エンクロージャーに接続します。
- ステップ 4. 上から下に向かって動作する他の多岐管部分を接続し続けます。
- ステップ 5. すべてのドリップ・センサー・アセンブリーをエンクロージャーに再取り付けします。

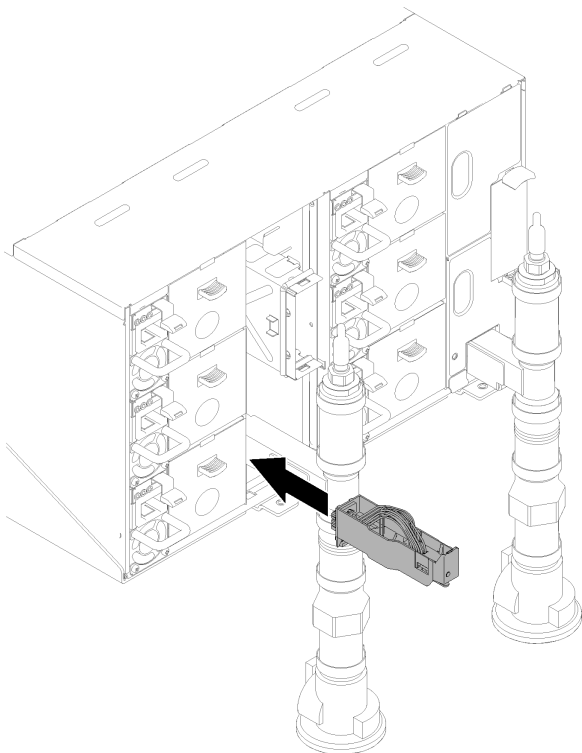


図 90. ドリップ・センサー・アセンブリーの取り付け

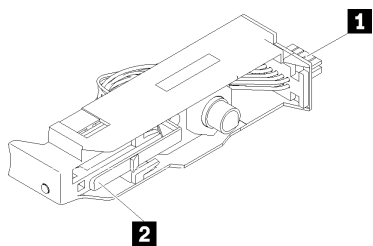


図 91. ドリップ・センサー・アセンブリー

表 26. ドリップ・センサー・アセンブリー

<b>1</b> コネクター	<b>2</b> ラッチ
----------------	--------------

ステップ 6. 多岐管の水の充填/補充プロセスには、ラックの背面で、青いホース・アセンブリー (お客様の設置場所に付属) をラック上部の上部クイック接続 (A 位置) に接続します。バルブが閉じている状態でホースがバケットに残っていることを確認します (ホースに垂直なバルブ・ハンドル)。

注: クイック接続に挿入するには、赤いプラグ・カバーをすべての位置で最初に取り外す必要があります。

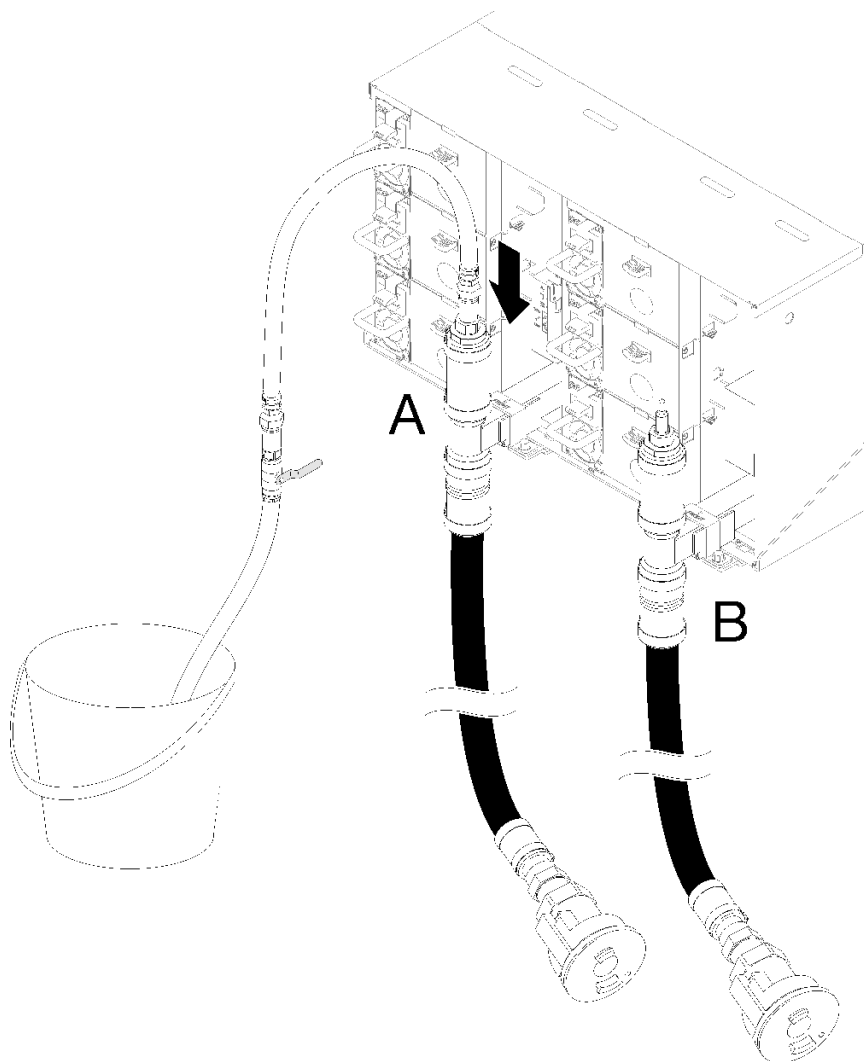


図 92. 青いホース・アセンブリーをクイック接続上部に接続

ステップ 7. ラックの前面で、ファシリティール・供給ホースをラック・リターン・ホースに接続します。供給ホースを約 4 分の 1 部分的に開けてください。

注：ファシリティール・ボール・バルブを完全に開けないでください。そうしないと、ラックを充填する際に流量を制御する能力が低下します。

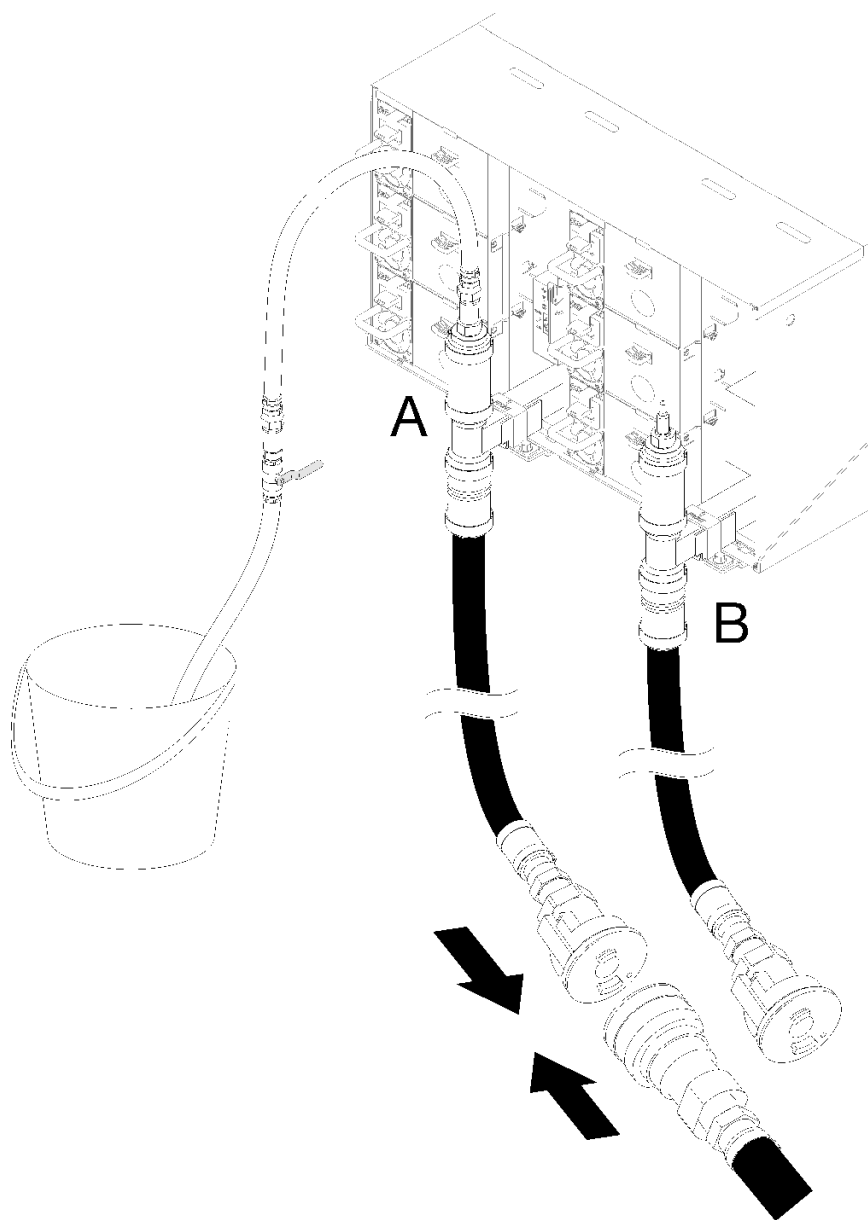


図 93. ファシリティー供給ホースをリターン・ホースに接続

ステップ 8. ラックの背面で、空気がホースから流出するように、青いホース部分のバルブをゆっくりと開きます。安定した水の流れがバケツに流れ込むか、または覗き窓で泡が最小限になるまで、これを行います。気泡がホースをきれいにするのに約 1～2 分かかることがあります。



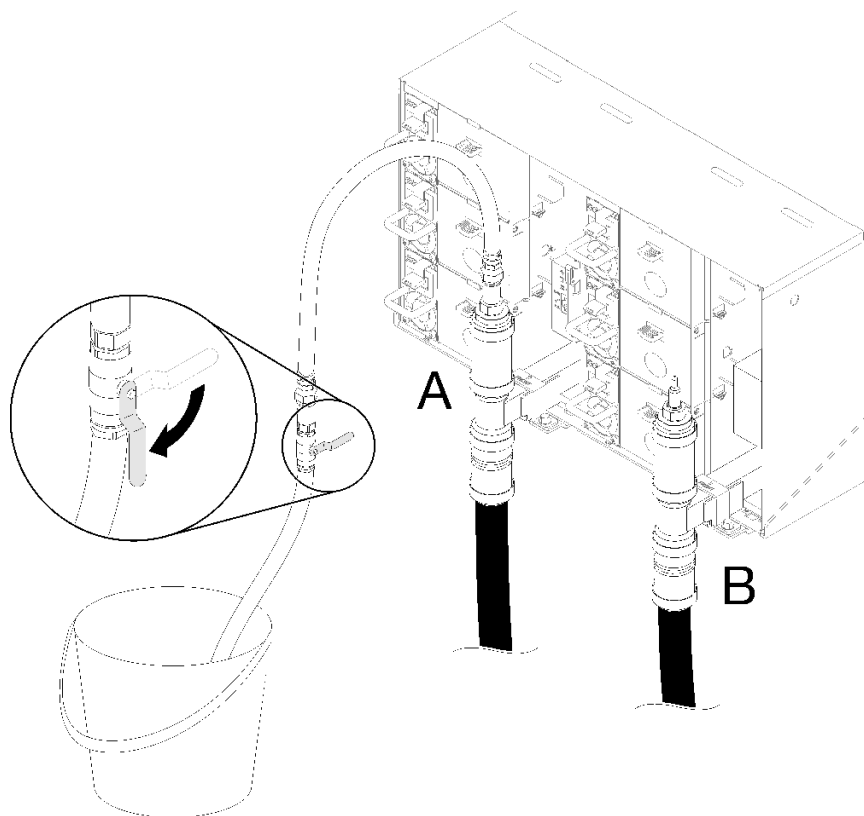


図 94. 青色のホースのバルブを開く

ステップ 9. 青色のホースのバルブを閉じます。その後、場所 A から青色のホース・アセンブリーを取り外し、場所 B に移動します。ゆっくりとバルブを開き、一定量の水がバケツに流入するか、または覗き窓で気泡がほとんど確認できないようにします。青色のホースのバルブをもう一度閉じます。

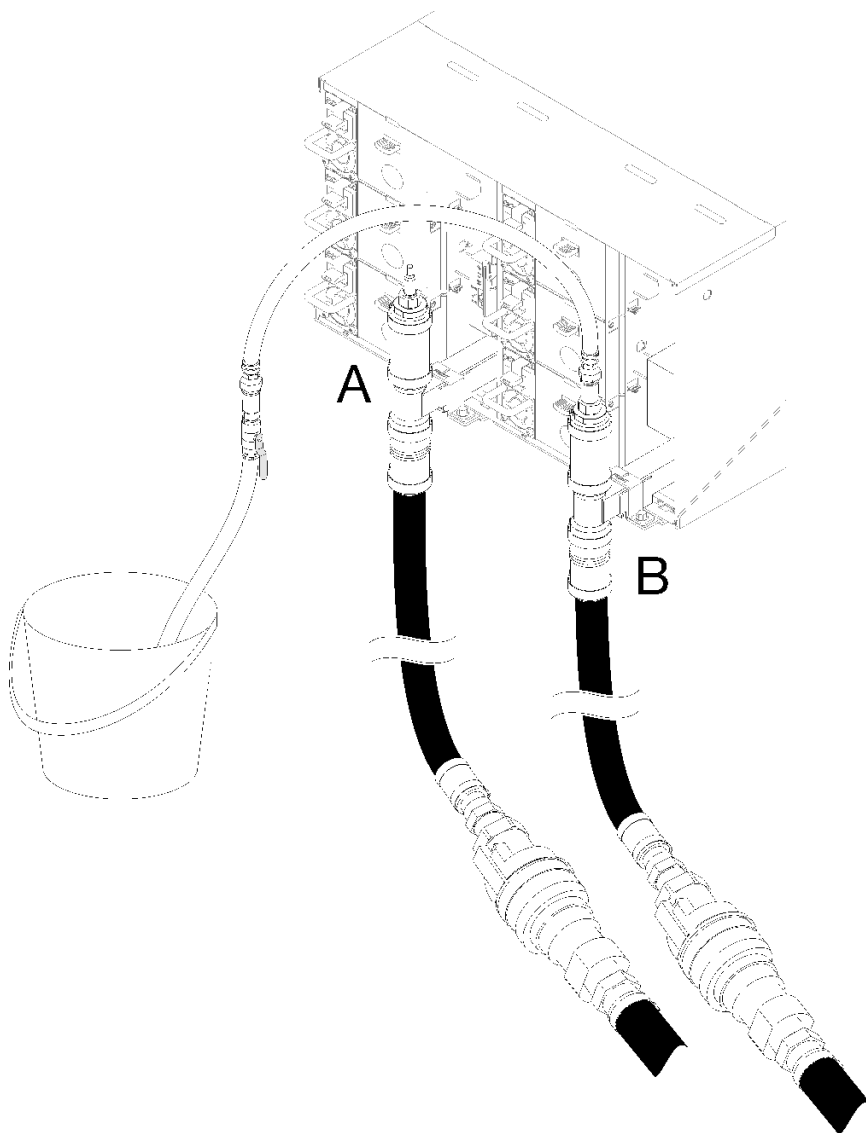


図 95. ホース・アセンブリーの移動

ステップ 10. ラックの正面に戻り、ラックのリターン・ホースからファシリティ供給ホースを取り外し、ファシリティ供給ホースをラック供給ホースに接続します。

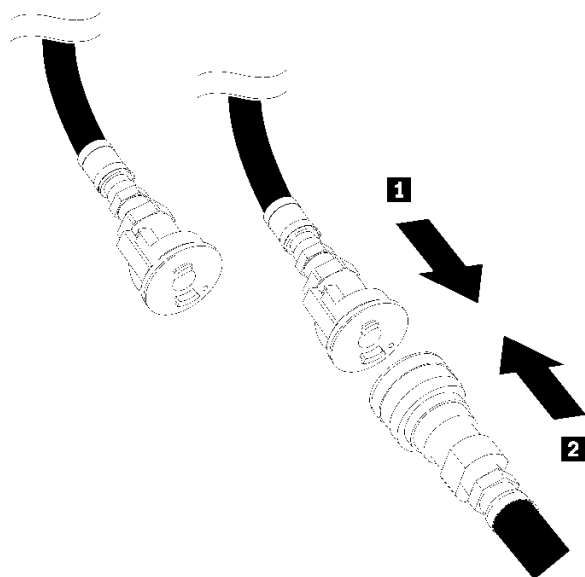


図 96. ファシリティー供給ホースをラック供給ホースに接続

ステップ 11. もう一度ラックの背面で、青いホースがまだ場所 B に接続されたままになっていることを確認します。青いホースのバルブを開き、一定量の水がバケツに流入するか、または覗き窓で気泡がほとんど確認できないようにします。

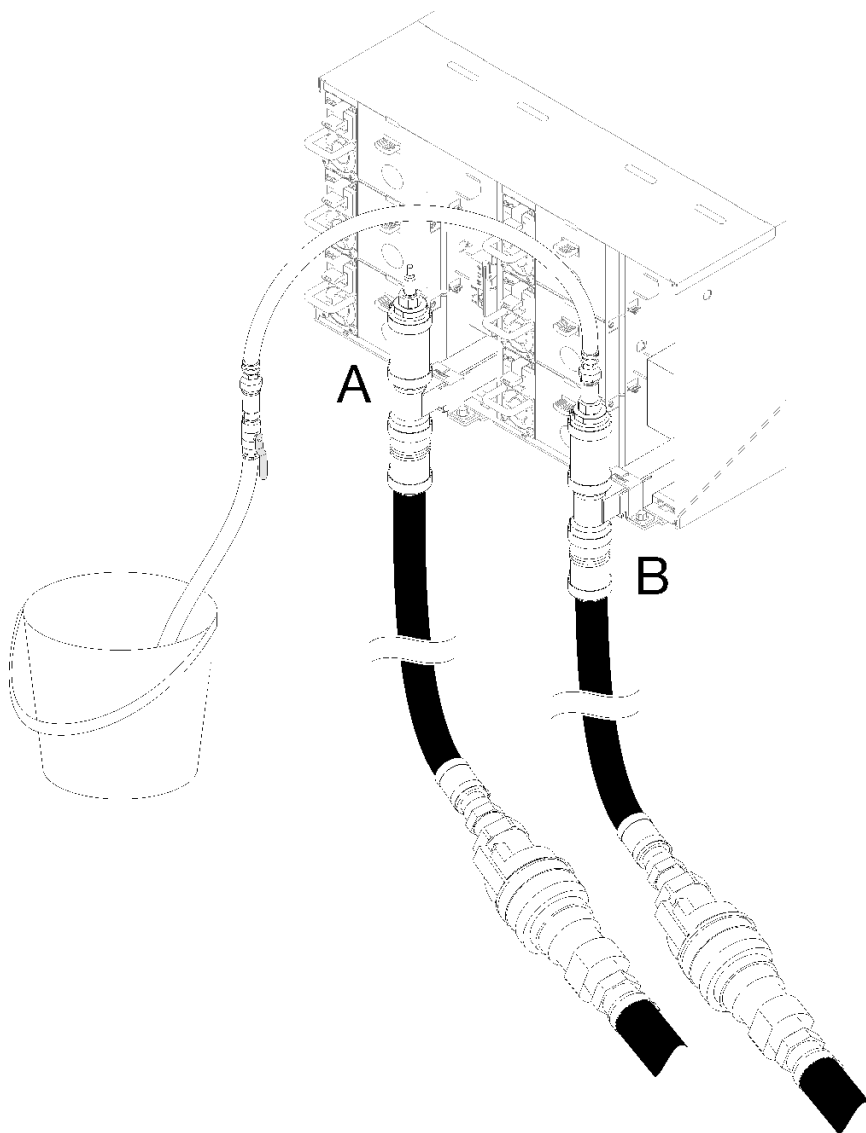


図 97. ホース・アセンブリーの移動

ステップ 12. 青色のホースのバルブを閉じます。その後、場所 B から青色のホース・アセンブリーを取り外し、場所 A に移動します。青いホースのバルブを開き、一定量の水がバケツに流入するか、または覗き窓で気泡がほとんど確認できないようにします。

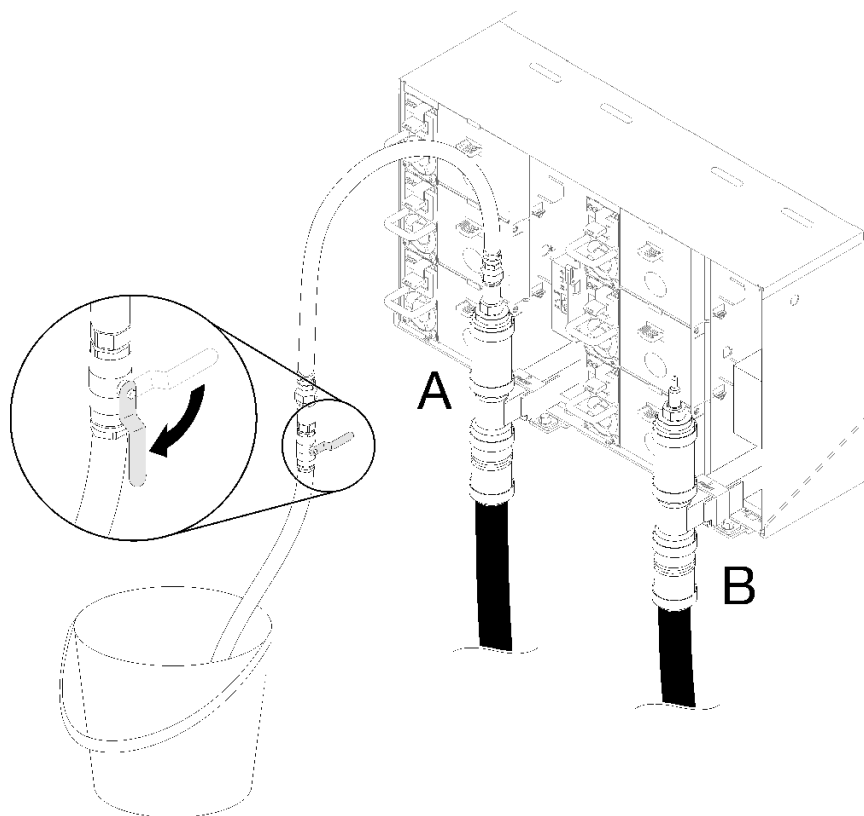


図 98. 青色のホースのバルブを開く

ステップ 13. 青色のホースのバルブを閉じます。接続を外して場所 C に移動し、バルブをゆっくりと開きます。水の流れが安定するまで、または泡が最小限になるまで所定の場所に放置してください。およそ 10 ～ 15 秒間放置します。

注：

- クイック接続にアクセスするには、すべてのエンクロージャーにある一番上の EMC シールドを取り外す必要があります。
- クイック接続にアクセスするには、赤いプラグ・カバーを最初に取り外す必要があります。

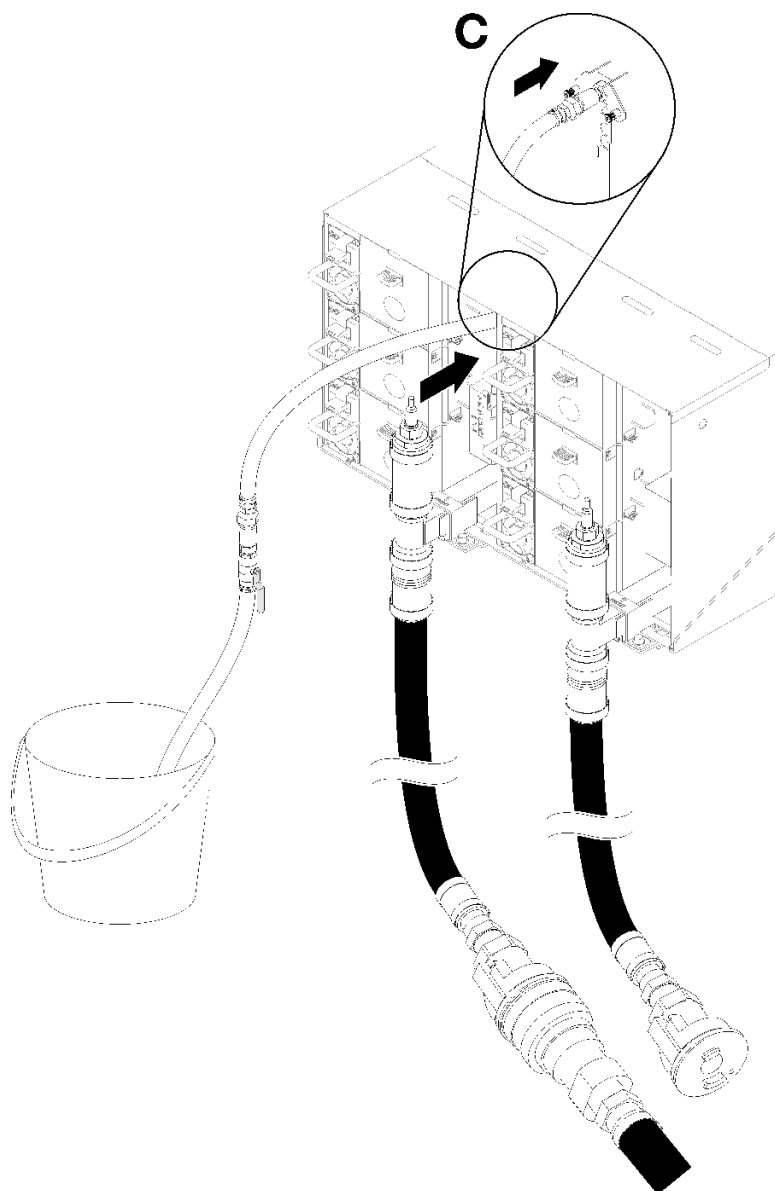


図 99. ホース・アセンブリーの移動

ステップ 14. 青色のホースのバルブを閉じます。青色のホースを取り外して場所 D に移動し、ラック全体でプロセスを繰り返し、各エンクロージャーで覗き窓内の気泡が最小限になるようにします。

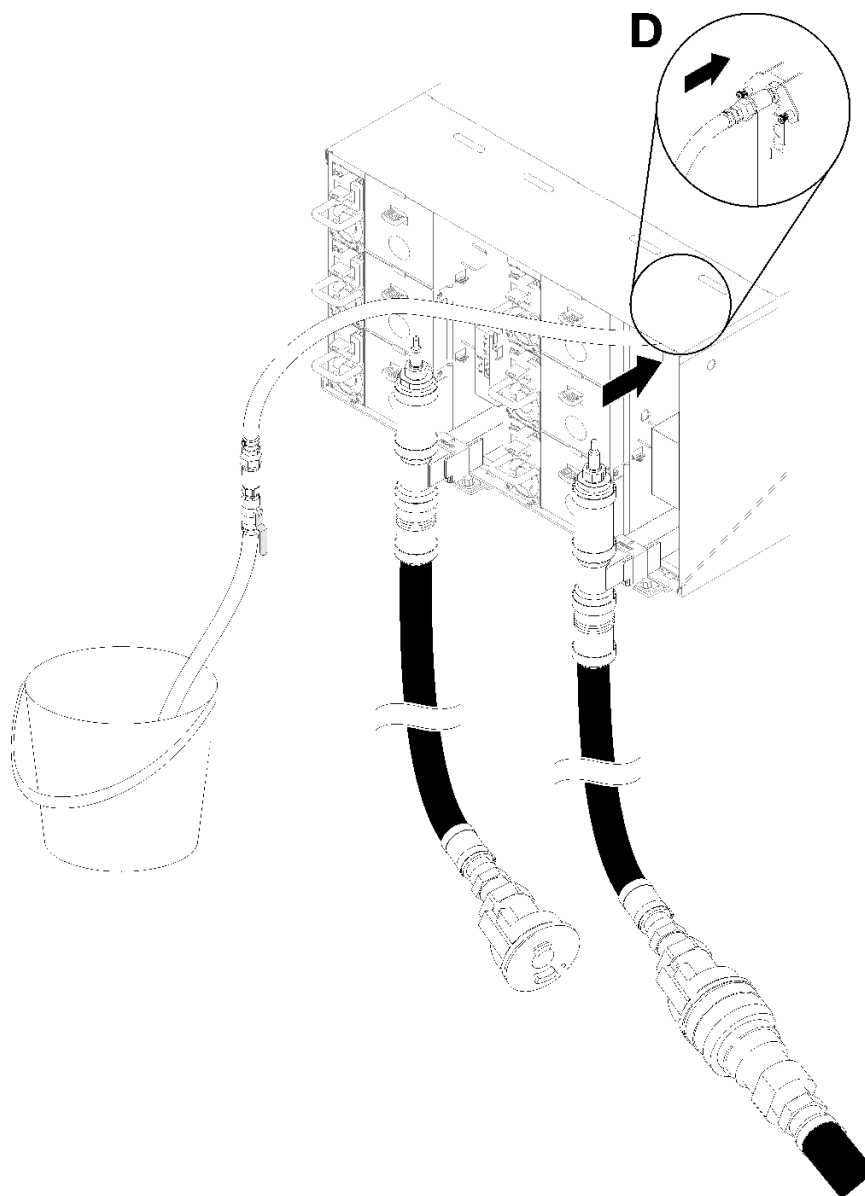


図 100. ホース・アセンブリーの移動

ステップ 15. 各エンクロージャの場所 C と場所 D のクイック接続に到達させて、一定量の水が流れるようにして、上部エンクロージャから下部エンクロージャまで各エンクロージャで続けます。覗き窓の空気が最小限に抑えられていなければなりません。

注：ブラケットのバルブを閉めて、ラックでの作業を終了する際には、必ずエンクロージャの位置から外してください。

ステップ 16. 完了したら、前面に戻り、ファンクション・リターン・ホースをラック・リターン・ホースに接続します。電源側とリターン側のすべての接続を完全に開きます。多岐管は完全に充填してください。

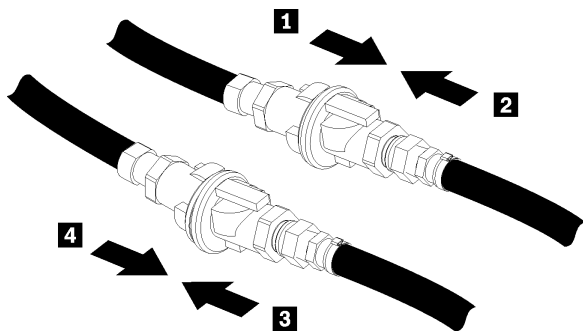


図 101. ファシリティー・リターン・ホースをラック・リターン・ホースに接続

ステップ 17. 背面またはラックでリークがないか確認します。

ステップ 18. FPC サポート・ブラケットを取り付けます。

ステップ 19. すべての FPC カード・モジュールとフィラーを再取り付けします。

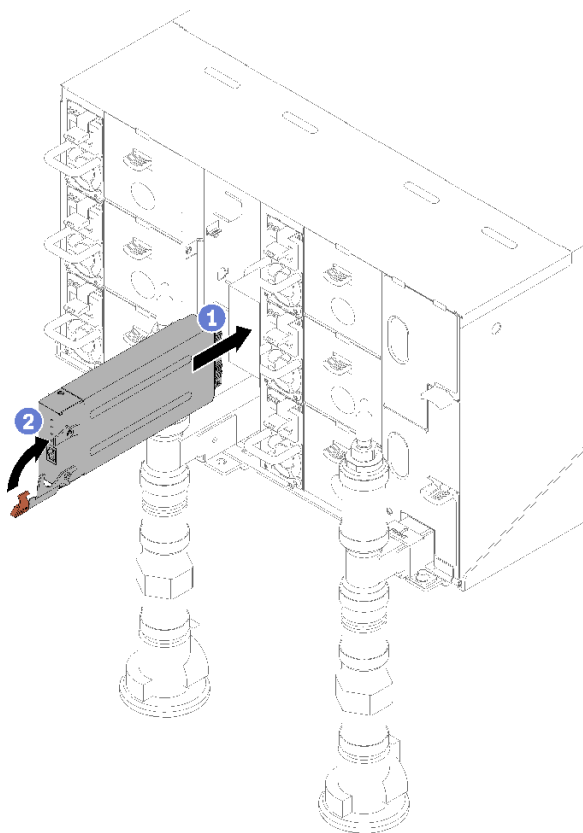


図 102. FPC カード・モジュールの取り付け

ステップ 20. EMC シールドをすべて再取り付けします。



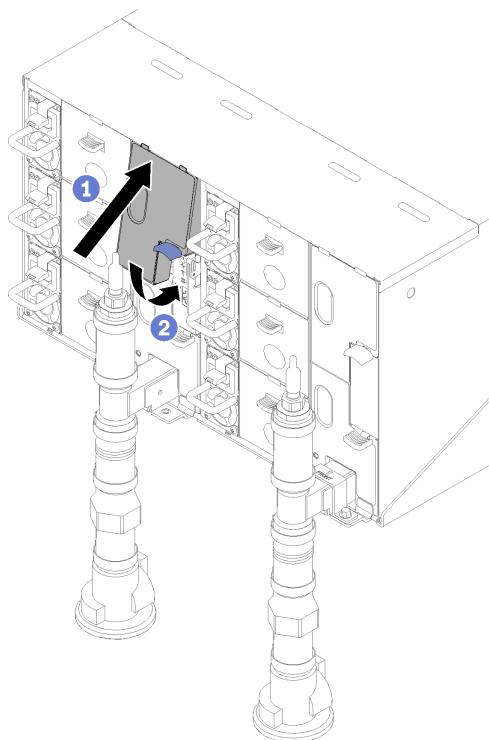


図 103. EMC シールドの取り付け

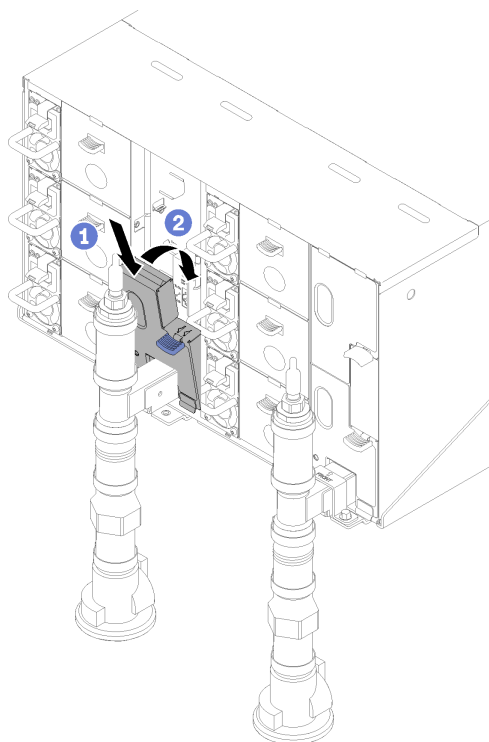


図 104. EMC シールドの取り付け

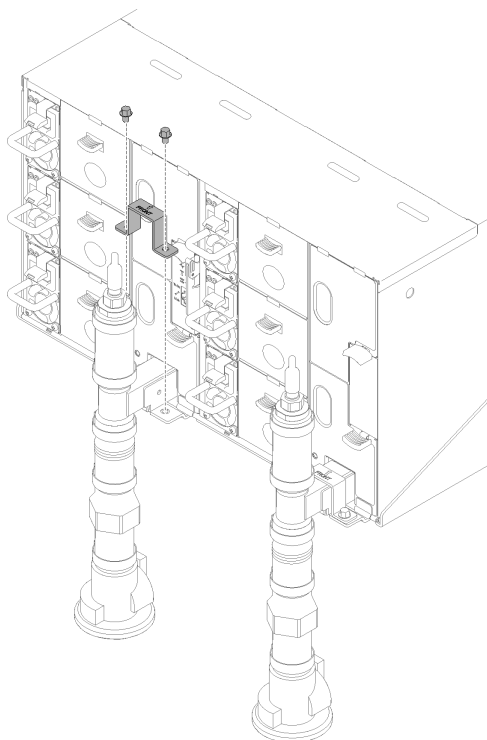


図 105. 保持ブラケットの取り付け

---

## トレイのコンポーネントの交換

トレイ・コンポーネントの取り外しと取り付けを行うには、以下の情報を使用します。

### CMOS バッテリー (CR2032) の交換

CMOS バッテリー (CR2032) の取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

#### CMOS バッテリーの取り外し

以下の情報を使用して、CMOS バッテリーを取り外します。

起こり得る危険を回避するために、以下の安全の注記をお読みになり、それに従ってください。

- S004



**警告：**

リチウム・バッテリーを交換する場合は、Lenovo 指定の部品番号またはメーカーが推奨する同等タイプのバッテリーのみを使用してください。システムにリチウム・バッテリーが入ったモジュールがある場合、そのモジュールの交換には同じメーカーの同じモジュール・タイプのみを使用してください。バッテリーにはリチウムが含まれており、適切な使用、扱い、廃棄をしないと、爆発するおそれがあります。

次のことはしないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100° C (212° F) 以上に加熱する
- 修理または分解する

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

• S005



**警告：**

バッテリーはリチウム・イオン・バッテリーです。爆発を避けるために、バッテリーを焼却しないでください。バッテリーは、推奨されたものとのみ交換してください。バッテリーをリサイクルまたは廃棄する場合は、地方自治体の条例に従ってください。

CMOS バッテリーを取り外す前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. タスクを実行しようとしている対応する DWC トレイ の電源をオフにします。
3. トレイを取り外します ([253 ページの「エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し」](#)を参照)。
4. トレイ・カバーを取り外します ([219 ページの「トレイ・カバーの取り外し」](#)を参照)。
5. PCIe ライザー・ケージ・アセンブリーを取り外します ([155 ページの「アダプターの取り外し」](#) または [161 ページの「Internal Faceplate Transition \(IFT\) アダプターの取り外し」](#)を参照)。

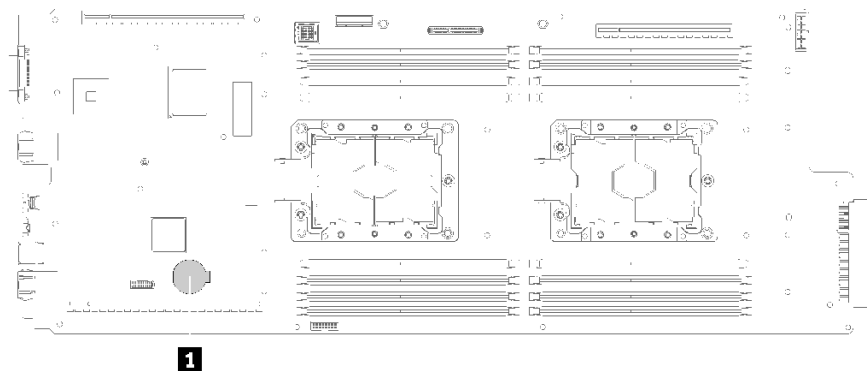


図 106. CMOS バッテリーの位置

表 27. CMOS バッテリーの位置

<b>1</b> CMOS バッテリー	
---------------------	--

以下の注では、バッテリーの交換時に考慮すべき事項について説明します。

- Lenovo は安全性を考慮してこの製品を設計しました。リチウム・バッテリーは適切に取り扱い、危険を避ける必要があります。バッテリーを交換するときは、以下の指示に従ってください。
- オリジナルのリチウム・バッテリーを、重金属バッテリーまたは重金属コンポーネントを含むバッテリーに交換する場合、以下の環境上の考慮事項に配慮する必要があります。重金属を含むバッテリーおよび蓄電池は、通常のごみと一緒に廃棄しないでください。製造者、流通業者、または販売代理人によって無料で回収され、再利用されるか、正しい方法で廃棄されます。

- バッテリーの交換後は、ソリューションを再構成し、システム日付と時刻を再設定する必要があります。

CMOS バッテリーを取り外すには、以下のステップを実行してください。

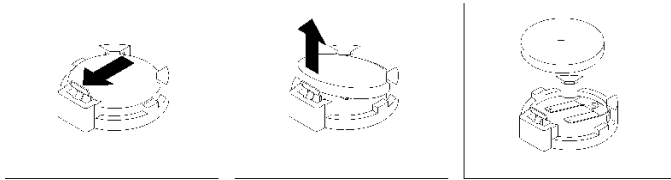


図 107. CMOS バッテリーの取り外し

ステップ 1. CMOS バッテリーの取り外し:

- 指の爪で、バッテリー・クリップの上部を押してバッテリーから離します。バッテリーは解放されると持ち上がります。
- 親指と人差し指を使用してバッテリーをソケットから持ち上げます。

**注意：**過度の力でバッテリーを持ち上げないでください。正しくバッテリーを取り外さないと、システム・ボード上のソケットが損傷する可能性があります。ソケットが損傷すると、システム・ボードの交換が必要になる場合があります。

ステップ 2. CMOS バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## CMOS バッテリーの取り付け (CR2032)

CMOS バッテリーを取り付けるには、この情報を使用します。

起こり得る危険を回避するために、以下の安全の注記をお読みになり、それに従ってください。

- **S004**



### 警告：

リチウム・バッテリーを交換する場合は、Lenovo 指定の部品番号またはメーカーが推奨する同等タイプのバッテリーのみを使用してください。システムにリチウム・バッテリーが入ったモジュールがある場合、そのモジュールの交換には同じメーカーの同じモジュール・タイプのみを使用してください。バッテリーにはリチウムが含まれており、適切な使用、扱い、廃棄をしないと、爆発するおそれがあります。

次のことはしないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100° C (212° F) 以上に加熱する

- 修理または分解する

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

- **S005**



**警告：**

バッテリーはリチウム・イオン・バッテリーです。爆発を避けるために、バッテリーを焼却しないでください。バッテリーは、推奨されたものとのみ交換してください。バッテリーをリサイクルまたは廃棄する場合は、地方自治体の条例に従ってください。

CMOS バッテリーを取り付ける前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。

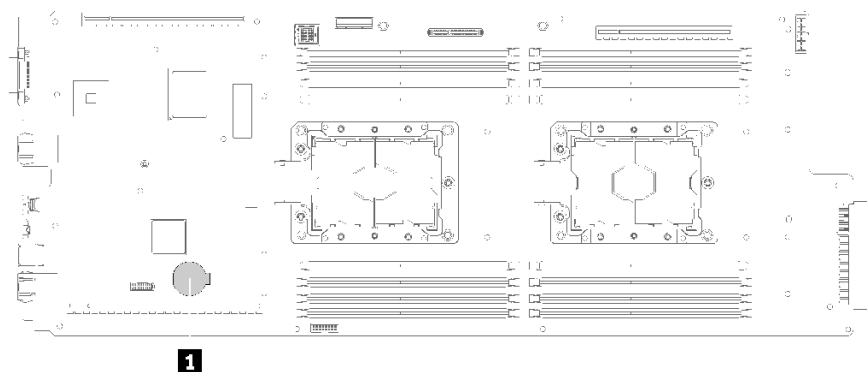


図 108. CMOS バッテリーの位置

表 28. CMOS バッテリーの位置

<b>1</b> CMOS バッテリー	
---------------------	--

以下の注では、ノード内でシステム・バッテリーを交換するときに考慮する必要がある事項について説明します。

- システム・バッテリーを交換するときは、同じ製造元の同じタイプのリチウム・バッテリーと交換する必要があります。
- システム・ボード・バッテリーの交換後は、ノードを再構成し、システム日付と時刻をリセットしなければなりません。
- 起こり得る危険を回避するために、以下の安全の注記をお読みになり、それに従ってください。

CMOS バッテリーを取り付けるには、以下のステップを実行します。

ステップ 1. 交換用バッテリーに付属の特殊な取り扱いや取り付けの説明書があれば、それに従ってください。

ステップ 2. 新しい CMOS バッテリーを次のように挿入します。

- a. バッテリーの向きを、プラス側が上を向くようにします。
- b. バッテリーを斜めにして、バッテリーをバッテリー・クリップの反対側のソケットに挿入できるようにします。

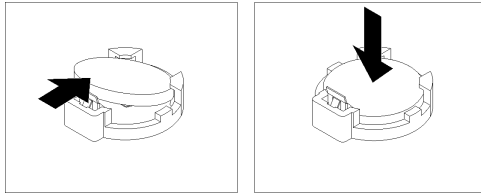


図 109. CMOS バッテリーの取り付け

- c. バッテリーをソケットの中に押し下げ、定位置に収めます。バッテリー・クリップにバッテリーがしっかり収まっているか確認します。

CMOS バッテリーを取り付けた後、以下のステップを実行します。

1. PCIe ライザー・ケージ・アセンブリーを再取り付けします (157 ページの「アダプターの取り付け」または 163 ページの「Internal Faceplate Transition (IFT) アダプターの取り付け」を参照)。
2. トレイ・カバーを再び取り付けます (220 ページの「トレイ・カバーの取り付け」を参照)。
3. トレイを再び取り付けます (255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照)。
4. 各ノードの電源 LED をチェックし、高速の点滅から低速の点滅に変わり、両方のノードの電源をオンにする準備ができていることを示していることを確認します。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## DIMM の交換

DIMM の取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### DIMM の取り外し

以下の情報を使用して、メモリー・モジュールを取り外します。

DIMM を取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、33 ページの「取り付けのガイドライン」をお読みください。
2. アプリ・ダイレクト・モードまたは混在メモリー・モードで DCPMM を取り外す場合、必ず以下を行ってください。
  - a. 保存したデータをバックアップする。
  - b. アプリ・ダイレクト容量がインターリーブされている場合:
    - 1) オペレーティング・システムのすべての作成済み名前空間とファイルシステムを削除します。
    - 2) 取り付けられているすべての DCPMM で安全な消去を実行します。「Intel Optane DCPMM」→「セキュリティー」→「押して、消去を確定します」に進み、安全な消去を実行します。

注: パスフレーズで 1 つ以上の DCPMM が保護されている場合、安全な削除を実行する前に、すべてのユニットのセキュリティーが無効になっていることを確認します。パスフレーズを紛失したり忘れたりした場合、Lenovo サービスに連絡してください。

アプリ・ダイレクト容量が非インターリーブの場合:

- 1) オペレーティング・システムで交換される DCPMM ユニットの名前空間およびファイルシステムを削除する。
- 2) 交換する DCPMM ユニットで安全な消去を実行する。「Intel Optane DCPMM」→「セキュリティー」→「押して、消去を確定します」に進み、安全な消去を実行します。

3. タスクを実行しようとしている対応する DWC トレイ の電源をオフにします。
4. トレイを取り外します (253 ページの「エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し」を参照)。
5. トレイ・カバーを取り外します (219 ページの「トレイ・カバーの取り外し」を参照)。

エアー・バッフルに DIMM ツールが取り付けられています。

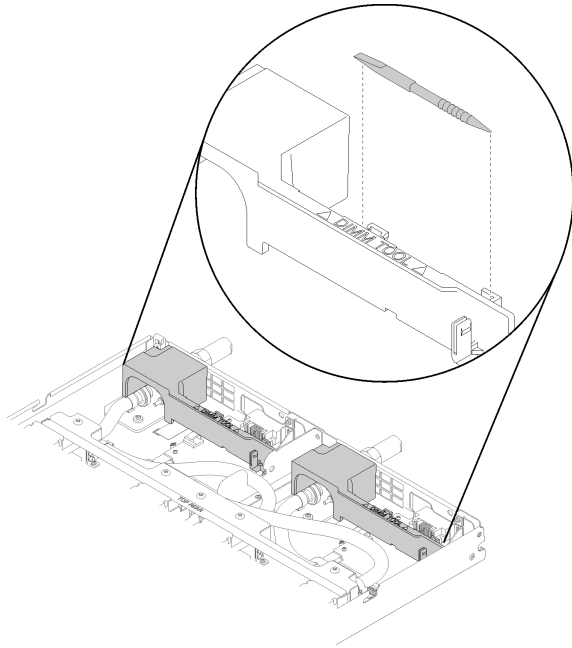


図 110. DIMM ツール

**注意：**メモリー・モジュールは静電気放電の影響を受けやすく、特別な取り扱いが必要です。静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱いの標準のガイドライン以外に、以下の指示に従ってください。

- メモリー・モジュールの取り外しまたは取り付けの際には、必ず静電放電ストラップを着用してください。静電気放電グローブも使用できます。
- 2つ以上のメモリー・モジュールを接触させないでください。保管中にメモリー・モジュールを直接重ねて積み重ねないでください。
- 金色のメモリー・モジュール・コネクターの接点に触れたり、これらの接点をメモリー・モジュール・コネクターのエンクロージャーの外側に接触させたりしないでください。
- メモリー・モジュールを慎重に扱ってください。メモリー・モジュールを曲げたり、ねじったり、落としたりしないでください。

DIMM を取り外すには、次のステップを実行してください。

ステップ 1. DIMM のカバーを取り外します。

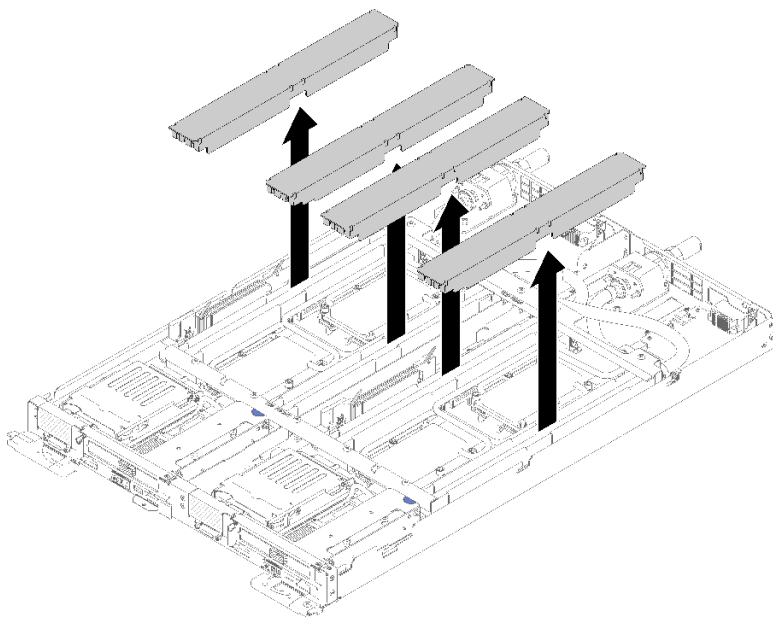


図 111. DIMM カバーの取り外し

ステップ 2. DIMM ツールを使用して、慎重に DIMM コネクターの各端にある保持クリップを外側に押します。

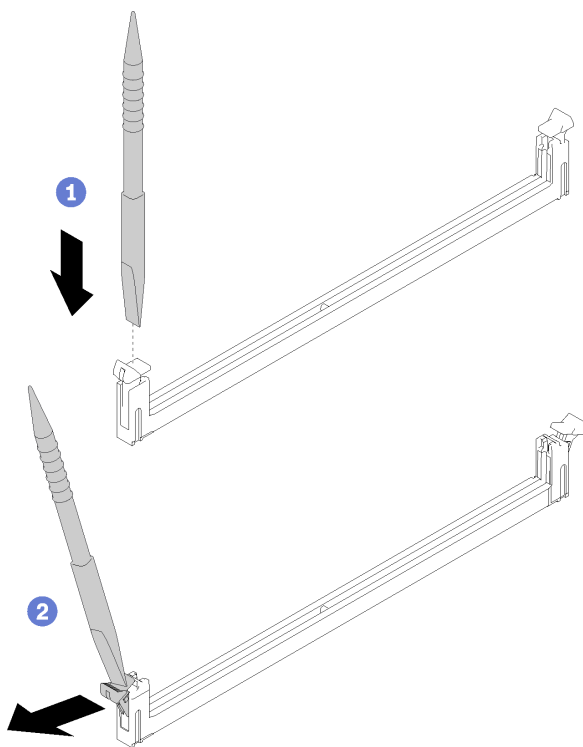


図 112. DIMM の取り外し



**注意：**保持クリップを破損したり、DIMM コネクタを損傷しないように、クリップは丁寧に開閉してください。

ステップ 3. DIMM カードを慎重に取り外します。

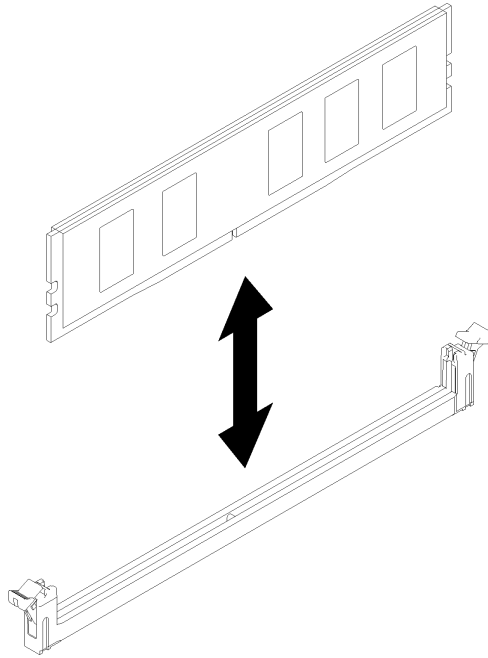


図 113. DIMM の取り外し

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## DIMM の取り付け

DIMM を取り付けるには、この情報を使用します。

メモリーの構成およびセットアップについて詳しくは、「セットアップ・ガイド」の「メモリー・モジュール取り付け順序」を参照してください。

DIMM をインストールする前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. 初めて DCPMM をインストールする場合は、「セットアップ・ガイド」の「DC Persistent Memory Module (DCPMM) のセットアップ」の指示に従い、システムが DCPMM をサポートできるようにします。

**注意：**メモリー・モジュールは静電気放電の影響を受けやすく、特別な取り扱いが必要です。[36 ページの「静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い」](#)の標準のガイドラインに加え、以下の指示に従ってください。

- メモリー・モジュールの取り外しまたは取り付けの際には、必ず静電放電ストラップを着用してください。静電気放電グローブも使用できます。

- 2つ以上のメモリー・モジュールを接触させないでください。保管中にメモリー・モジュールを直接重ねて積み重ねないでください。
- 金色のメモリー・モジュール・コネクターの接点に触れたり、これらの接点をメモリー・モジュール・コネクターのエンクロージャーの外側に接触させたりしないでください。
- メモリー・モジュールを慎重に扱ってください。メモリー・モジュールを曲げたり、ねじったり、落としたりしないでください。
- メモリー・モジュールを取り扱う際に金属製の工具 (治具やクランプなど) を使用しないでください。固い金属によりメモリー・モジュールが傷つく恐れがあります。
- パッケージまたは受動部品を持ってメモリー・モジュールを挿入しないでください。挿入時に力をかけることでパッケージに亀裂が入ったり受動部品が外れたりする恐れがあります。

エアー・バッフルに DIMM ツールが取り付けられています。

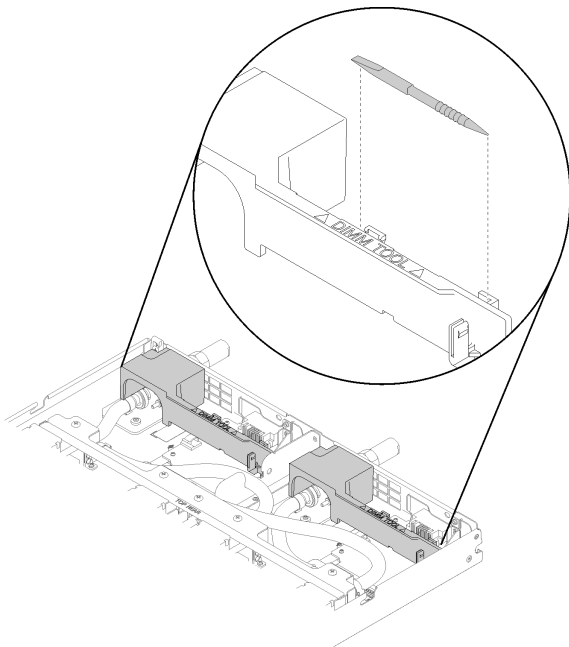


図 114. DIMM ツール

下図は、システム・ボード上の DIMM コネクターの位置を示しています。

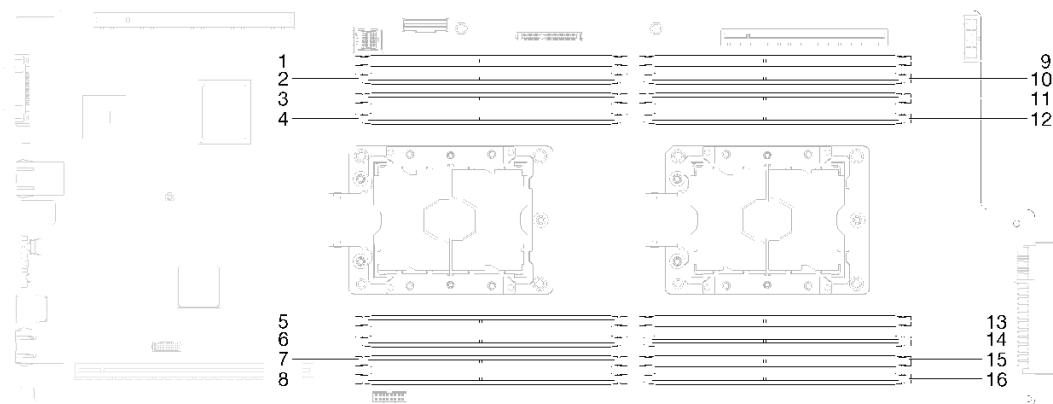


図115. システム・ボード上の DIMM コネクターの位置

DIMM を取り付けるには、次のステップを実行してください。

**重要：**メモリー・モジュールを取り付ける前に、メモリー・ミラーリング、メモリー・ランク・スペアリング、または独立メモリー・モードを実行しているかどうかによって、必須の取り付け順序を理解していることを確認します。必須の取り付け順序については、「セットアップ・ガイド」の「取り付け順序」を参照してください。

ステップ 1. DIMM のカバーを取り外します。

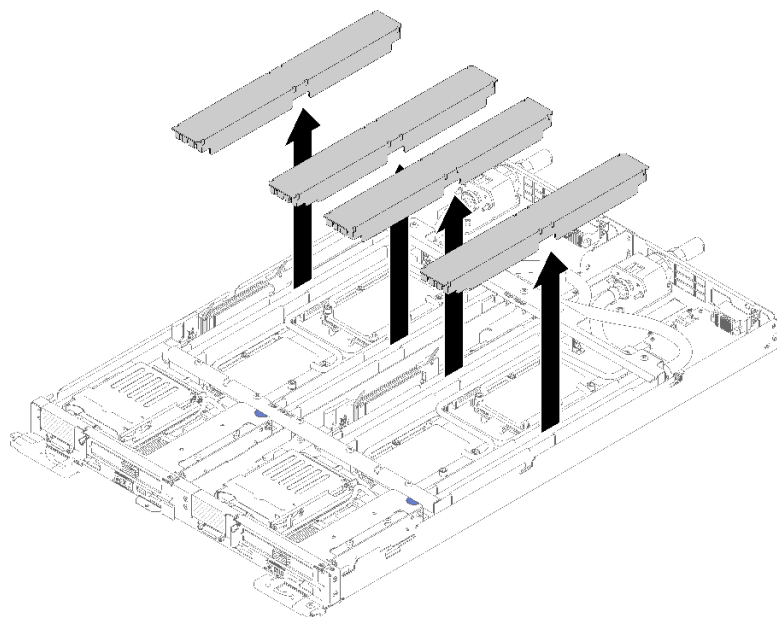


図116. DIMM カバーの取り外し

ステップ 2. DIMM ツールを使用して、慎重に DIMM コネクターの各端にある保持クリップを下に押しします。

**注：**メモリー・セクションを通るウォーター・ループ・チューブの位置に起因するスペースの制限のために、DIMM ツールをお勧めします。

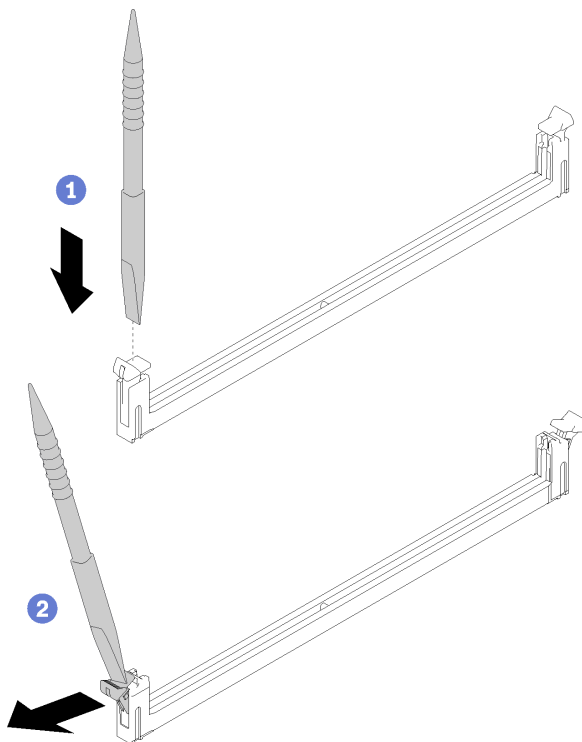


図 117. DIMM の取り外し

**注意：**

- DIMM は静電気の影響を受けやすいデバイスです。パッケージを開く前に、アースする必要があります。
- 保持クリップを破損したり、DIMM コネクタを損傷しないように、クリップは丁寧に開閉してください。

ステップ 3. DIMM が入っている静電防止パッケージを、ノードの外側の塗装されていない金属面に接触させます。次に DIMM をパッケージから取り出します。

ステップ 4. DIMM をスロットに位置合わせし、両手でスロットに DIMM を慎重に置きます。

ステップ 5. 保持クリップがロック位置にはまるまで DIMM の両端を、強く真っすぐに押し下げて、スロットに取り付けます。

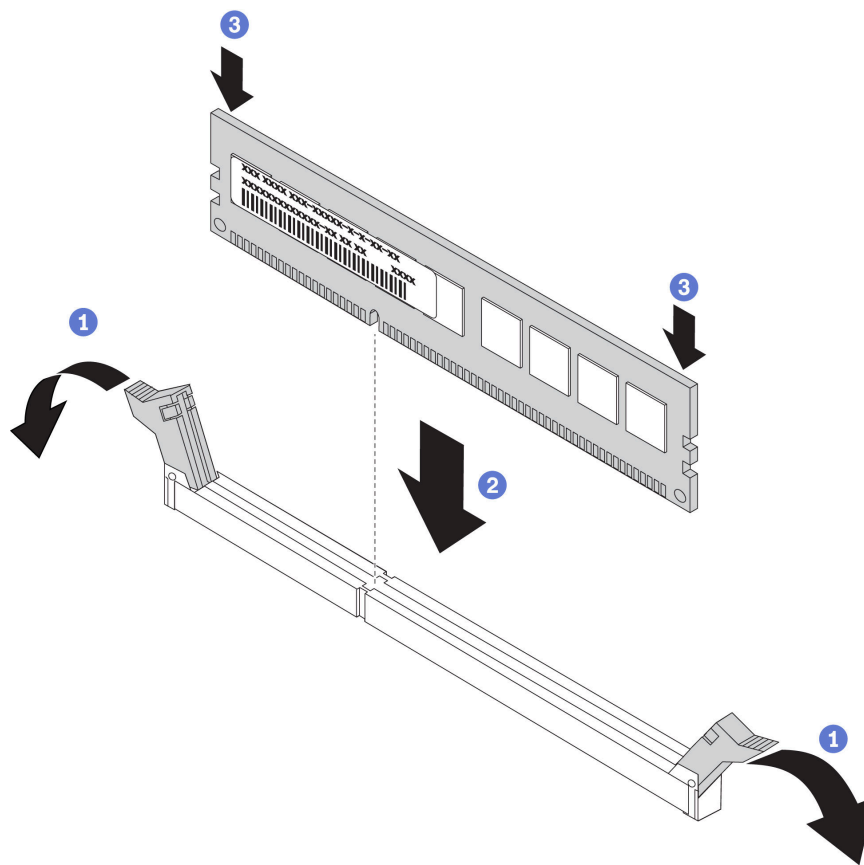


図 118. DIMM の取り付け

注：DIMM と保持クリップの間にすき間がある場合は、DIMM が正しく挿入されていません。保持クリップを開いて DIMM を取り外し、挿入し直してください。

ステップ 6. DIMM カバーを再び取り付けます。

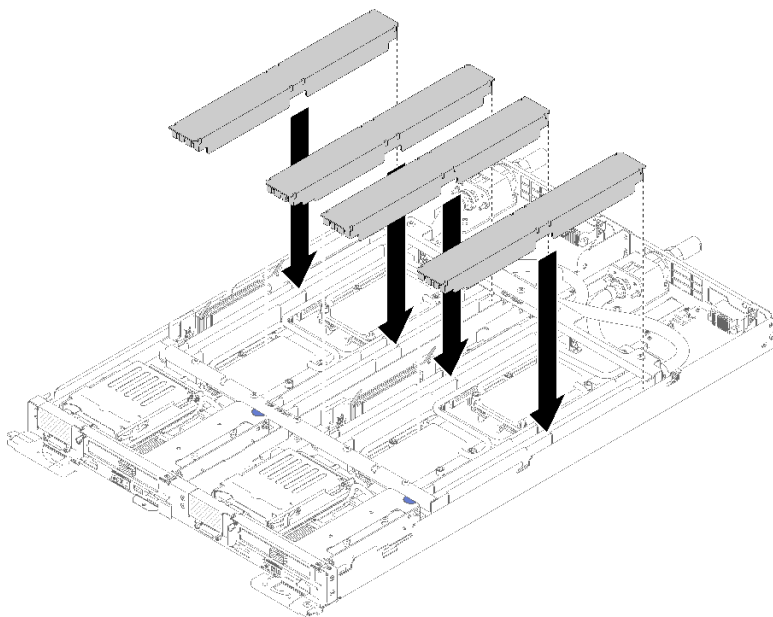


図 119. DIMM カバーの取り付け

DIMM を取り付けた後、次のステップを実行してください。

1. トレイ・カバーを再び取り付けます (220 ページの「トレイ・カバーの取り付け」を参照)。
2. トレイを再び取り付けます (255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照)。
3. 各ノードの電源 LED をチェックし、高速の点滅から低速の点滅に変わり、両方のノードの電源をオンにする準備ができていていることを示していることを確認します。
4. DCPMM を取り付けた場合
  - a. システム・ファームウェアを最新のバージョンに更新します (「セットアップ・ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください)。
  - b. すべての DCPMM ユニットのファームウェアが最新バージョンであることを確認します。そうでない場合は、最新バージョンに更新します ([https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update\\_fw.html](https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html) を参照してください)。
  - c. DCPMM および DRAM DIMM を構成します (「セットアップ・ガイド」の「DC 永続性メモリー・モジュール (DCPMM) の構成」を参照してください)。
  - d. 必要な場合、バックアップされたデータを復元します。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## ドライブの交換

ドライブの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### ドライブの取り外し

ドライブを取り外すには、この情報を使用します。

ドライブを取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、33 ページの「取り付けのガイドライン」をお読みください。

2. タスクを実行しようとしている対応する DWC トレイ の電源をオフにします。
3. トレイを取り外します (253 ページの「エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し」を参照)。
4. トレイ・カバーを取り外します (219 ページの「トレイ・カバーの取り外し」を参照)。

ライブを取り外すには、次のステップを実行してください。

ステップ 1. ドライブ・ケージの上部に持ち上げながら、側面のスプリング・スチール・ラッチを押します。

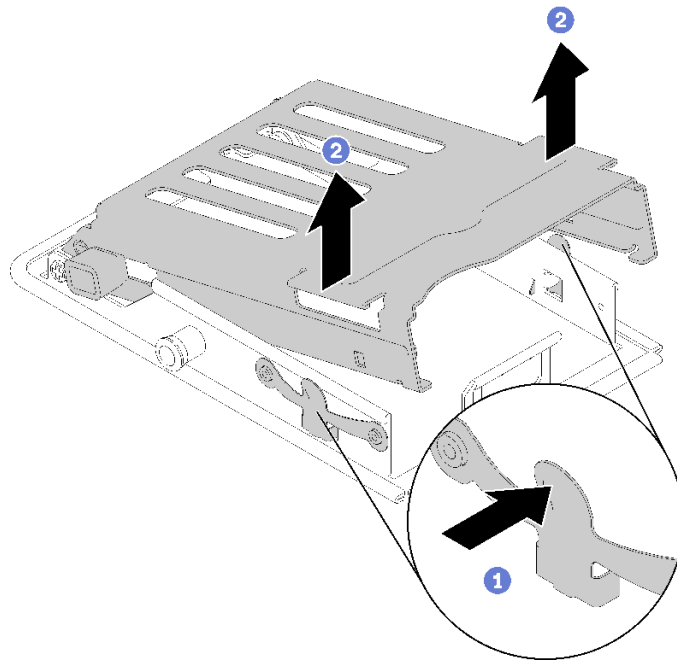


図 120. ドライブ・ケージの解放

ステップ 2. リリース・ラッチを前方に押してドライブを解放してから、ドライブをドライブ・ケージから引き出します。

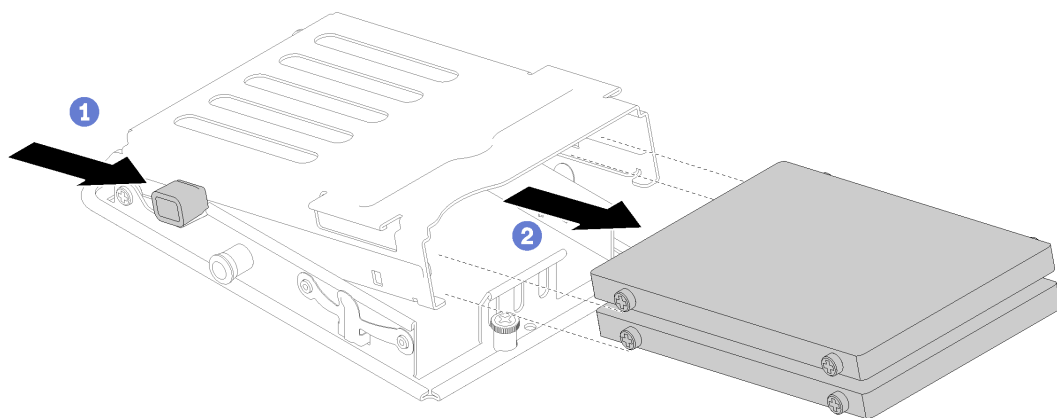


図 121. ドライブの取り外し

注：指が大きい人は、ドライブへのアクセスを容易にするためにブランク・ベゼル・フィラーを取り外すと便利です。

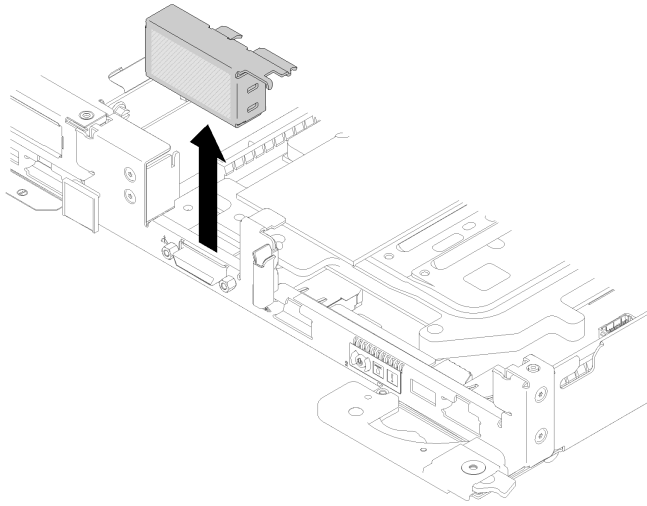


図 122. 空のベゼル・フィラーの取り外し

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## ドライブの取り付け

ドライブを取り付けるには、この情報を使用します。

ドライブを取り付ける前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。

ドライブを取り付けるには、以下のステップを実行してください。

ステップ 1. 2 つのリリース・ラッチを締めて、ドライブ・ケージを解放します。



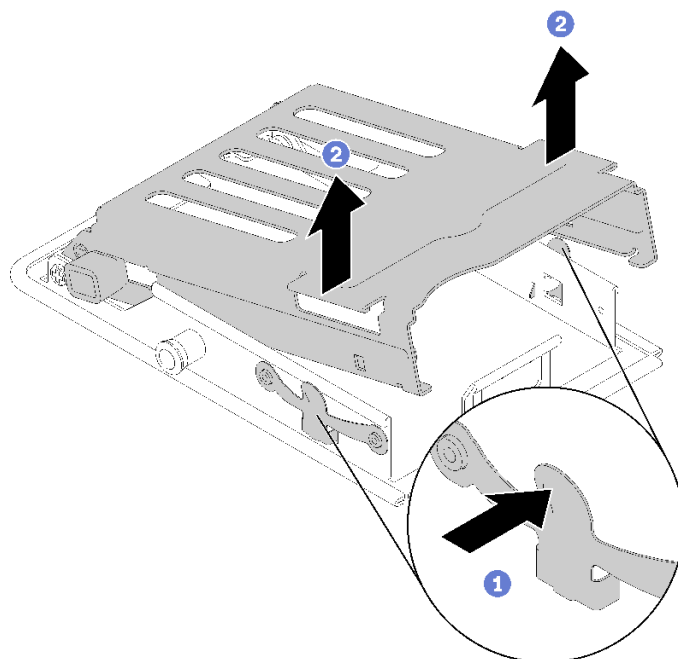


図 123. ドライブ・ケージの解放

ステップ 2. ドライブをドライブ・ケージに合わせ、ドライブをドライブ・ケージに慎重に差し込みます。

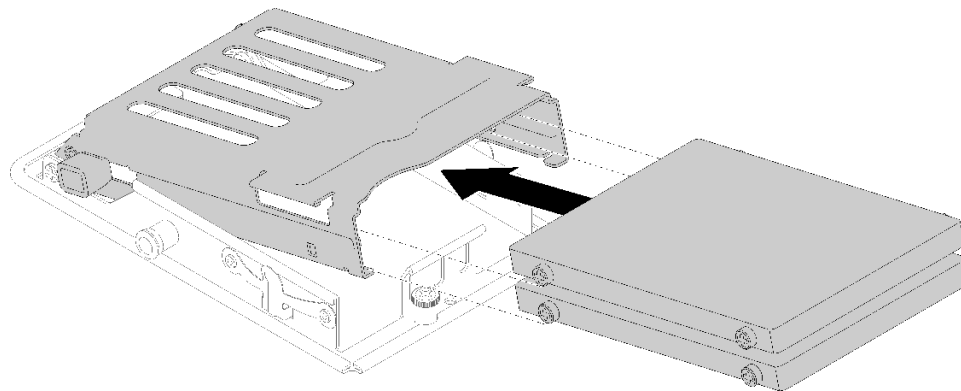


図 124. ドライブの取り付け

ステップ 3. 青の保持ラッチを引いて、ドライブ・ケージを下に回転させます。ドライブ・ケージの上部を慎重に押し下げて、ドライブ・ケージが正しく装着されていることを確認します。

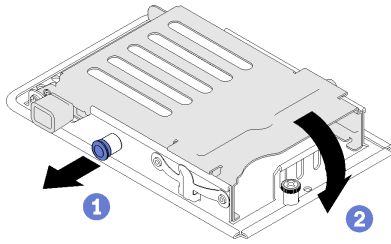


図 125. ドライブ・ケージの取り付け

ドライブを取り付けた後、以下のステップを実行してください。

1. トレイ・カバーを再び取り付けます (220 ページの「トレイ・カバーの取り付け」を参照)。
2. トレイを再び取り付けます (255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照)。
3. 各ノードの電源 LED をチェックし、高速の点滅から低速の点滅に変わり、両方のノードの電源をオンにする準備ができていることを示していることを確認します。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## ドライブ・ケージ・アセンブリーの交換

ドライブ・ケージ・アセンブリーの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

### ドライブ・ケージ・アセンブリーの取り外し

ドライブ・ケージ・アセンブリーを取り外すには、この情報を使用します。

ドライブ・ケージ・アセンブリーを取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、33 ページの「取り付けのガイドライン」をお読みください。
2. タスクを実行しようとしている対応する DWC トレイ の電源をオフにします。
3. トレイを取り外します (253 ページの「エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し」を参照)。
4. トレイ・カバーを取り外します (219 ページの「トレイ・カバーの取り外し」を参照)。
5. 既存のドライブを取り外し (取り付けられている場合)、ドライブを静電気防止面に置きます (138 ページの「ドライブの取り外し」を参照)。
6. 前面と背面のクロス・ブレース (10x P2 ねじ) を取り外します。

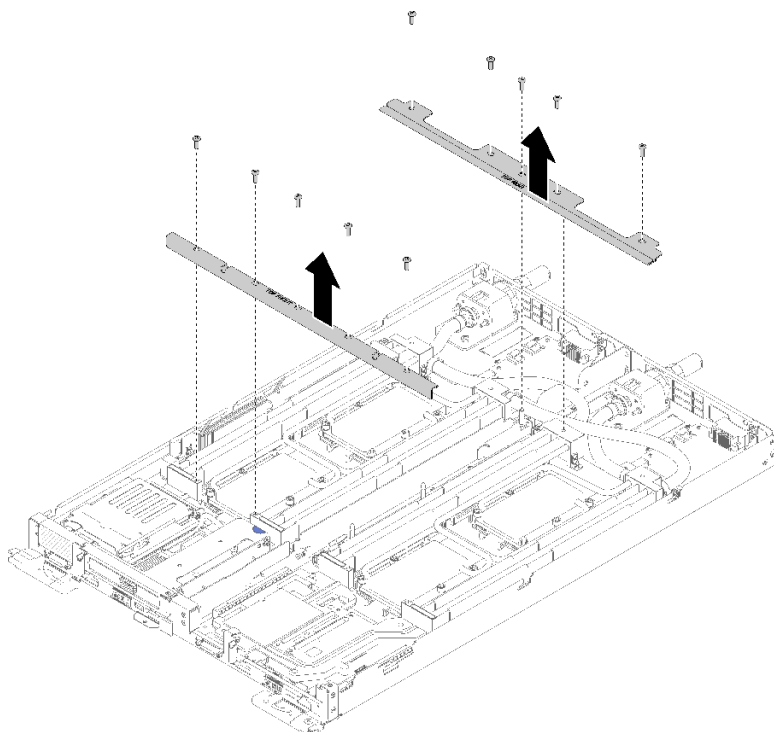


図 126. クロス・ブレースの取り外し

ドライブ・ケージ・アセンブリーを取り外すには、以下の手順を実行してください。

ステップ 1. 固定ねじを緩め、ドライブ・ケージ・アセンブリーを後方にスライドさせます。次に、ドライブ・ケージ・アセンブリーをノードから取り外します。

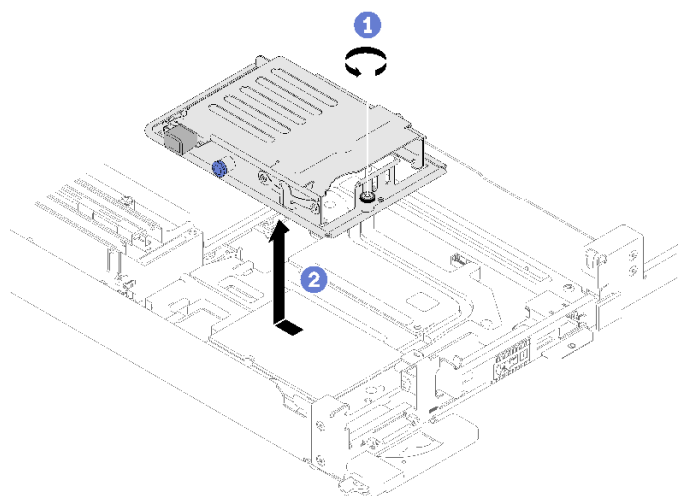


図 127. ドライブ・ケージ・アセンブリーの取り外し

ステップ 2. 必要に応じてケーブルを切り離します。

- a. システム・ボードからケーブルを切り離します。
- b. ドライブ・ケージを上下逆さまにします。

c. ねじとコネクタを取り外します。

- 1x2.5 型ドライブ・モデル

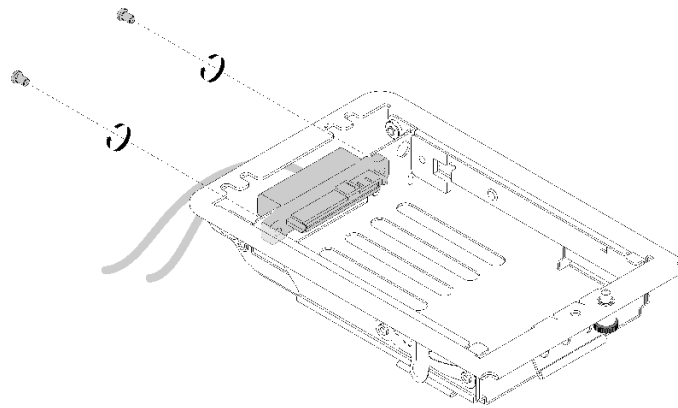


図 128. ねじの取り外し - 1x2.5 型ドライブ・モデル

- 2x2.5 型ドライブ・モデル

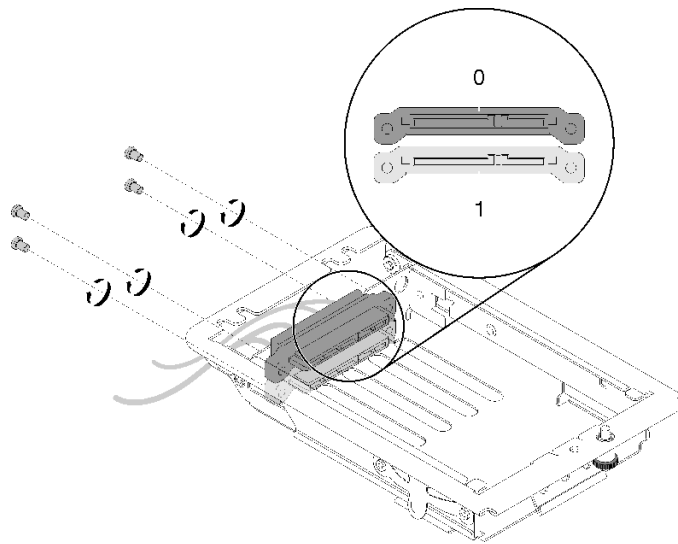


図 129. ねじの取り外し - 2x2.5 型ドライブ・モデル

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## ドライブ・ケージ・アセンブリの取り付け

ドライブ・ケージ・アセンブリを取り付けるには、この情報を使用します。

ドライブ・ケージ・アセンブリを取り付ける前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. ドライブが取り付けられていない状態で、ドライブ・ケージ・アセンブリーが空であることを確認します。

ドライブ・ケージ・アセンブリを取り付けるには、次の手順を実行します。

ステップ 1. 必要に応じて、コネクタをドライブ・ケージに取り付けます。

- a. ドライブ・ケージを上下逆さまにします。
  - b. ドライブ・ケージにコネクタを挿入し、ねじを締めます。
- 1x2.5 型ドライブ・モデル

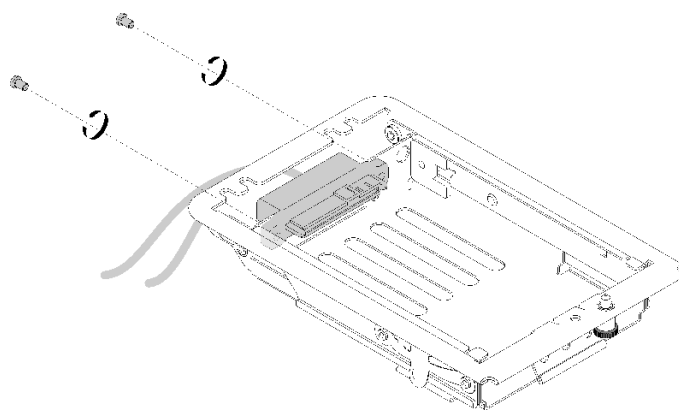


図 130. コネクタの取り付け - 1x2.5 型ドライブ・モデル

- 2x2.5 型ドライブ・モデル

以下の図に従って、ドライブ 0 とドライブ 1 のコネクタが正しく取り付けられていることを確認してください。

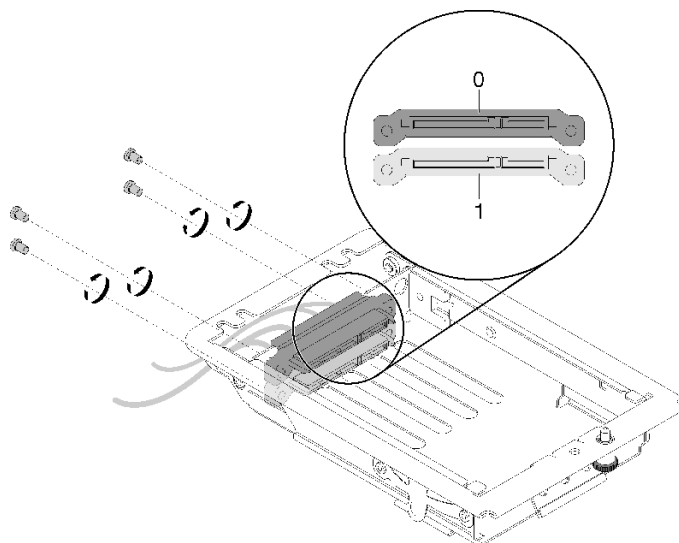


図 131. コネクタの取り付け - 2x2.5 型ドライブ・モデル

ステップ2. ドライブ・ケージ・アセンブリーの2つのタブを2つの穴に合わせます。ドライブ・ケージ・アセンブリーを前方に押しします。

ステップ3. 拘束ねじを締め付けます。

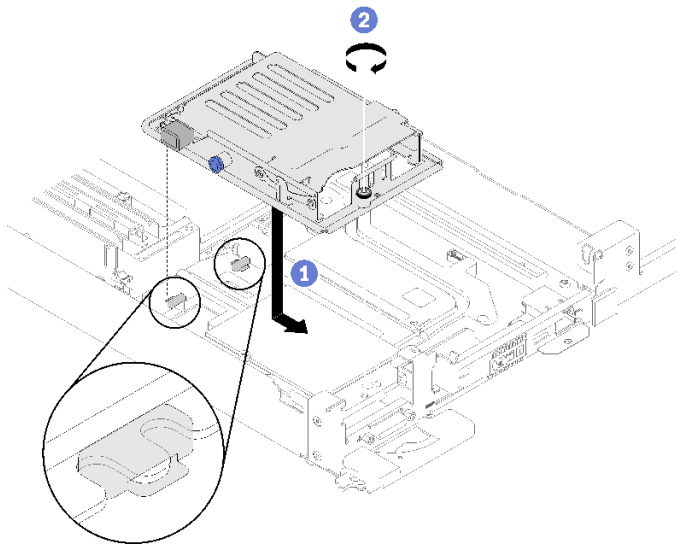


図132. ドライブ・アセンブリーの取り付け

ステップ4. 図のようにケーブルを配線します。

- 1x2.5 型ドライブ・モデル

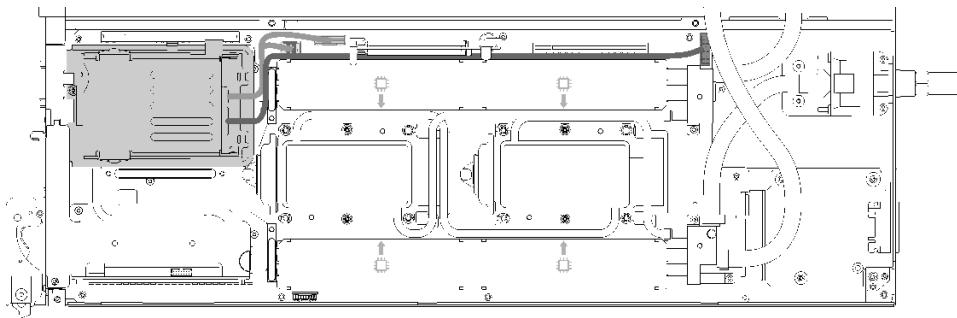


図133. ケーブル配線 - 1x2.5 型ドライブ・モデル

- 2x2.5 型ドライブ・モデル

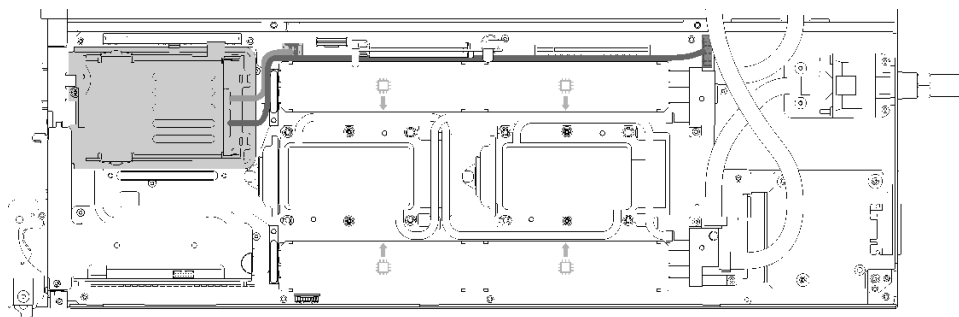


図 134. ケーブル配線 - 2x2.5 型ドライブ・モデル

ドライブ・ケージ・アセンブリーを取り付けた後、以下のステップを実行します。

1. 空のベゼル・フィラーを再取り付けします。

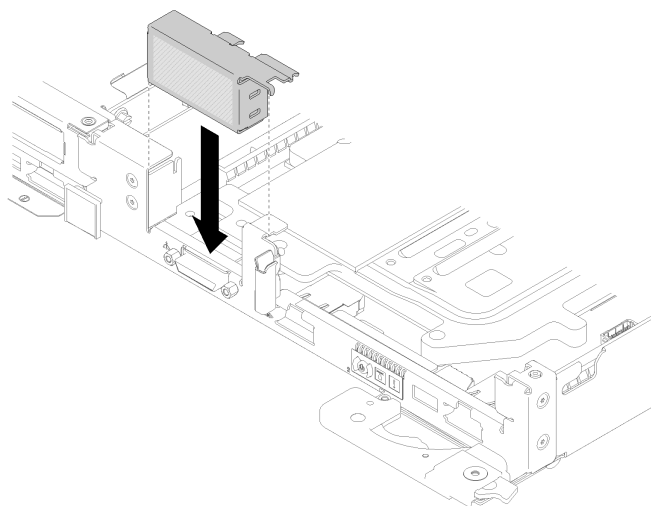


図 135. 空のベゼル・フィラーの取り付け

2. 前面と背面のクロス・ブレース (10x P2 ねじ) を再取り付けします。

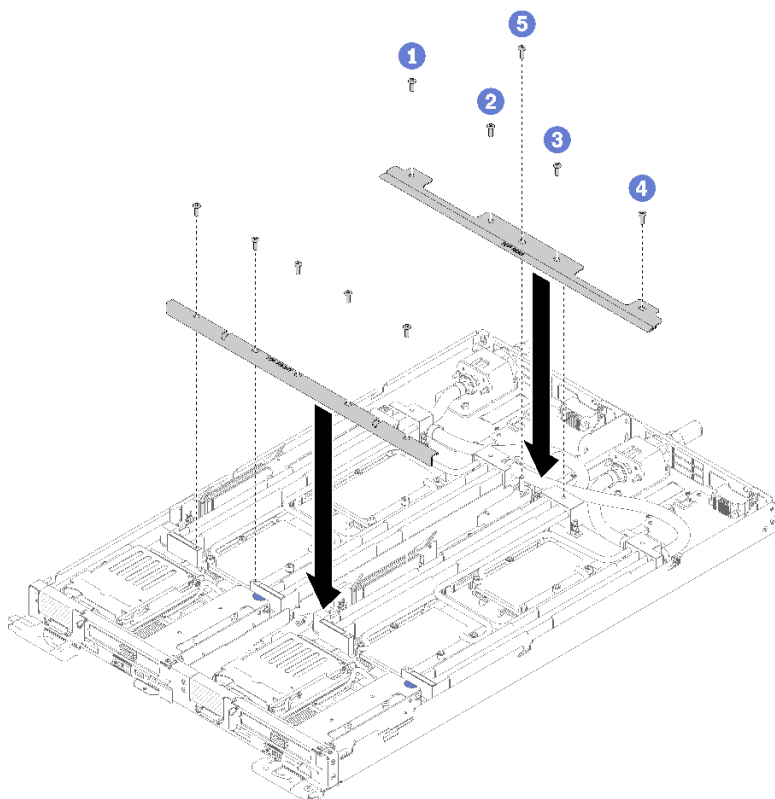


図136. クロス・ブレースの取り付け

3. トレイ・カバーを再び取り付けます (220 ページの「トレイ・カバーの取り付け」を参照)。
4. トレイを再び取り付けます (255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照)。
5. 各ノードの電源 LED をチェックし、高速の点滅から低速の点滅に変わり、両方のノードの電源をオンにする準備ができていることを示していることを確認します。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## M.2 バックプレーンの交換

M.2 バックプレーンの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

### M.2 バックプレーンの取り外し

M.2 バックプレーンを取り外すには、この情報を使用します。

S001







危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイ스에複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

M.2 バックプレーンを取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. タスクを実行しようとしている対応する DWC トレイ の電源をオフにします。
3. トレイを取り外します ([253 ページの「エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し」](#)を参照)。
4. トレイ・カバーを取り外します ([219 ページの「トレイ・カバーの取り外し」](#)を参照)。

M.2 バックプレーンを取り外すには、次のステップを実行してください。

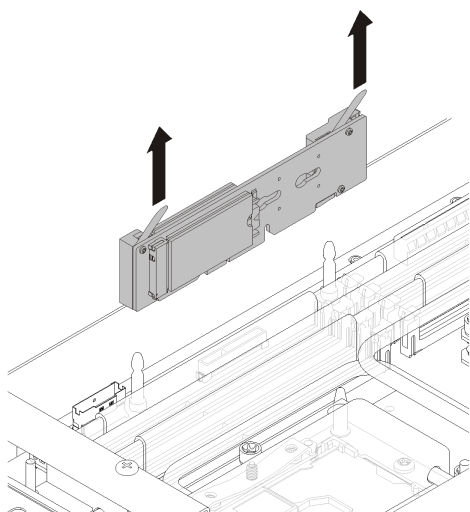


図 137. M.2 バックプレーンの取り外し

ステップ 1. M.2 バックプレーンの両端を同時に引き上げて、システム・ボードからバックプレーンを取り外します。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## M.2 バックプレーンの取り付け

M.2 バックプレーンを取り付けるには、この情報を使用します。

S001



危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

M.2 バックプレーンを取り付ける前に:

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。

M.2 バックプレーンを取り付けるには、次のステップを実行してください。

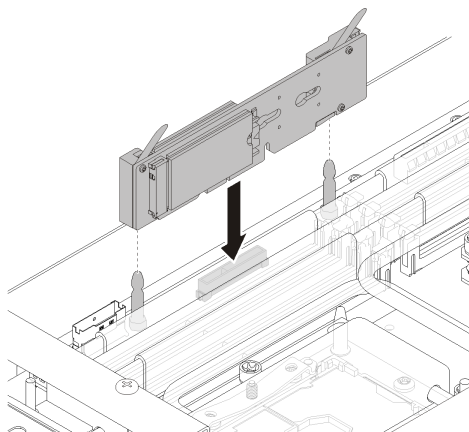


図 138. M.2 バックプレーンの取り付け

ステップ 1. M.2 バックプレーンの両端にある青いプラスチック製サポート器具の底辺にある開口部を、システム・ボードのガイド・ピンに合わせて、バックプレーンをシステム・ボード・コネクタに挿入します。M.2 バックプレーンを押し下げて完全に固定します。

M.2 バックプレーンを取り付けた後は、次のステップを実行してください。

1. トレイ・カバーを再び取り付けます (220 ページの「[トレイ・カバーの取り付け](#)」を参照)。
2. トレイを再び取り付けます (255 ページの「[エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け](#)」を参照)。
3. 各ノードの電源 LED をチェックし、高速の点滅から低速の点滅に変わり、両方のノードの電源をオンにする準備ができていることを示していることを確認します。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## M.2 ドライブの交換

M.2 ドライブの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### M.2 バックプレーンからの M.2 ドライブの取り外し

M.2 ドライブを M.2 バックプレーンから取り外すには、この情報を使用します。

#### S001



危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能な限り片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

M.2 バックプレーンから M.2 ドライブを取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、33 ページの「[取り付けのガイドライン](#)」をお読みください。
2. タスクを実行しようとしている対応する DWC トレイ の電源をオフにします。
3. トレイを取り外します (253 ページの「[エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し](#)」を参照)。
4. トレイ・カバーを取り外します (219 ページの「[トレイ・カバーの取り外し](#)」を参照)。
5. M.2 バックプレーンを取り外します (148 ページの「[M.2 バックプレーンの取り外し](#)」を参照)。

M.2 ドライブを M.2 バックプレーンから取り外すには、次のステップを実行してください。

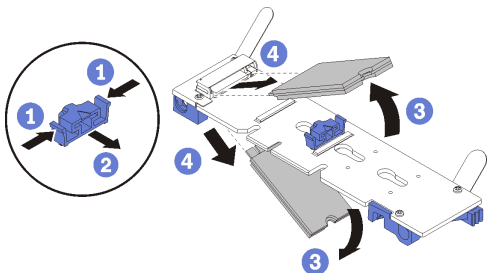


図139. M.2 ドライブの取り外し

ステップ 1. 保持器具の両側面を押して後方にスライドさせ、M.2 バックプレーンから M.2 ドライブを緩めます。

注：M.2 バックプレーンに 2 台の M.2 ドライブがある場合は、保持器具を後方にスライドさせると、両方とも外側に解放されます。

ステップ 2. M.2 ドライブを M.2 バックプレーンから離すように回転させることで取り外し、斜めに (約 30 度) コネクターから引き抜きます。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## M.2 バックプレーンへの M.2 ドライブの取り付け

M.2 ドライブを M.2 バックプレーンに取り付けるには、この情報を使用します。

### S001



危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

M.2 ドライブを M.2 バックプレーンに取り付ける前に:

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。

サポートされている M.2 ドライブの構成については、次の表を参照してください。

表 29. M.2 ドライブの構成

M.2 ドライブの構成	サポート状況
シングル 32 GB M.2 ドライブ (長さ 42 mm)	サポート
シングル 128 GB M.2 ドライブ (長さ 80 mm)	サポート
RAID バック プレーンにデュアル 32 GB M.2 ドライブ (長さ 42 mm)	サポート
RAID バック プレーンにデュアル 128 GB M.2 ドライブ (長さ 80 mm)	特定の環境でのみサポートされます。詳細については、Lenovo Services お問い合わせください。

M.2 ドライブを M.2 バックプレーンを取り付けるには、次のステップを実行してください。

ステップ 1. M.2 バックプレーンの両サイドのコネクターの位置を確認します。

注:

- 一部の M.2 バックプレーンは、2 台の同じ M.2 ドライブをサポートします。2 台のドライブが取り付けられている場合は、保持器具を前方へスライドさせてドライブを固定するときに、位置を合わせて両方のドライブを保持してください。

ステップ 2. M.2 ドライブをコネクタに斜め (約 30 度) に挿入し、切り欠きが保持器具の縁にはまるまで倒します。次に、保持器具を前方 (コネクタ方向) にスライドさせて、M.2 ドライブを M.2 バックプレーンに固定します。

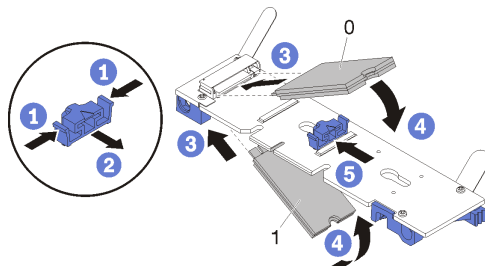


図 140. M.2 ドライブの取り付け

注意: 保持器具を前方へスライドさせる際は、保持器具の 2 つの小突起が M.2 バックプレーンの小穴にはまっていることを確認してください。穴にはまると、柔らかい「カチッ」という音が聞こえます。

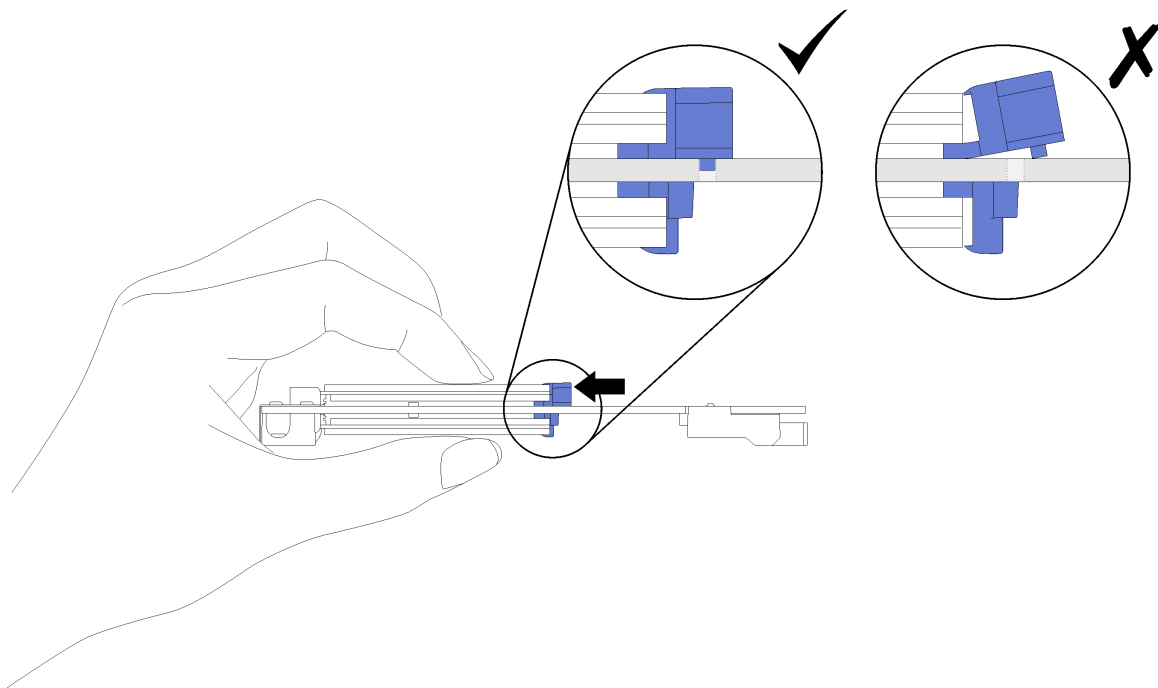


図 141. M.2 ドライブの取り付け

M.2 ドライブを M.2 バックプレーンに取り付けた後は、次のステップを実行してください。

1. M.2 バックプレーンを再取り付けします (150 ページの「M.2 バックプレーンの取り付け」を参照)。
2. トレイ・カバーを再び取り付けます (220 ページの「トレイ・カバーの取り付け」を参照)。
3. トレイを再び取り付けます (255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照)。
4. 各ノードの電源 LED をチェックし、高速の点滅から低速の点滅に変わり、両方のノードの電源をオンにする準備ができていることを示していることを確認します。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## M.2 バックプレーンの保持器具の位置調整方法

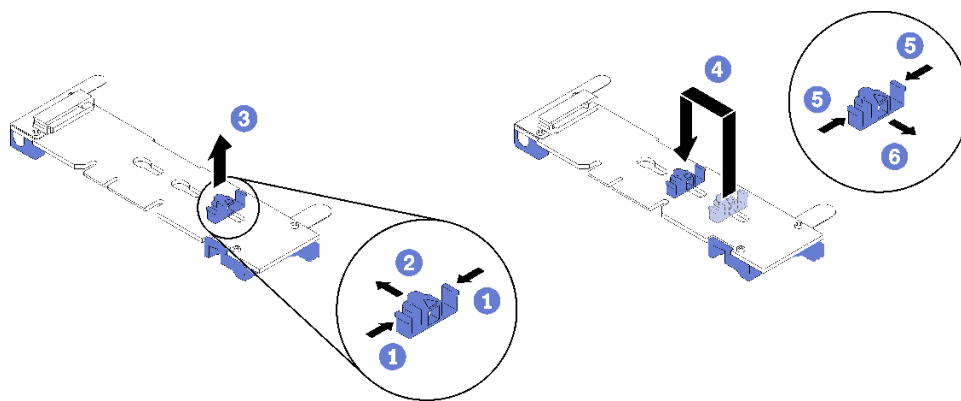
M.2 バックプレーンの保持器具の位置を調整するには、この情報を使用します。

M.2 バックプレーンの保持器具の位置を調整する前に、次のステップを実行してください。

1. 安全に作業を行うために、33 ページの「取り付けのガイドライン」をお読みください。

M.2 バックプレーンの保持器具の位置を調整するには、次のステップを実行してください。

- ステップ 1. 取り付ける M.2 ドライブのサイズに合わせて、保持器具を取り付ける正しい鍵穴を見つけます。
- ステップ 2. 保持器具の両サイドを押し、鍵穴の大きく開いた部分まで保持器具を進めて、バックプレーンから取り外します。
- ステップ 3. 保持器具を正しい鍵穴に挿入し、突起が穴に入るまで後方にスライドさせます。



## PCIe アダプターの交換

PCIe アダプターの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### アダプターの取り外し

アダプターを取り外すには、この情報を使用します。

アダプターを取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. タスクを実行しようとしている対応する DWC トレイ の電源をオフにします。
3. トレイを取り外します ([255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」](#)を参照)。
4. トレイ・カバーを取り外します ([219 ページの「トレイ・カバーの取り外し」](#)を参照)。
5. 前面クロス・ブレースを取り外します。

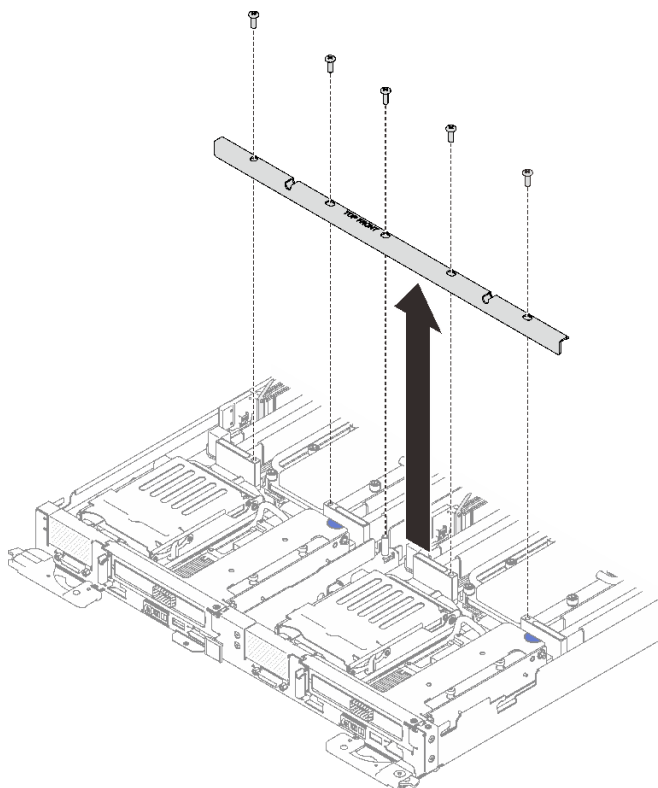


図 142. 前面クロス・ブレースの取り外し

アダプターを取り外すには、以下の手順を実行します。

ステップ 1. 2 本のシルバー Torx T10 ネジを取り外し、次に保持クランプを取り外します。

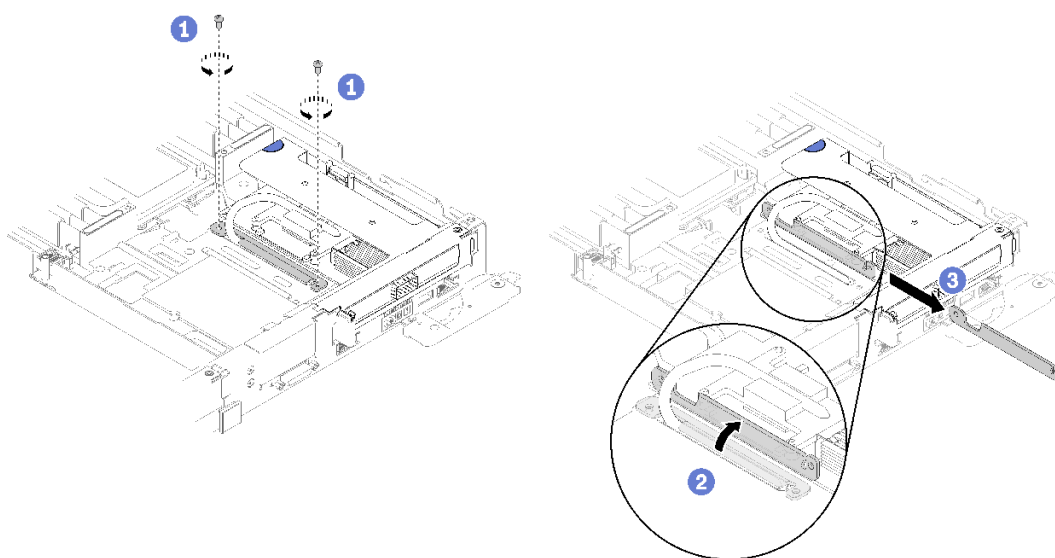


図 143. ネジと保持クランプの取り外し

ステップ 2. 次に、PCIe ライザー・アセンブリーの端を持ち、慎重に持ち上げてノードから取り外します。



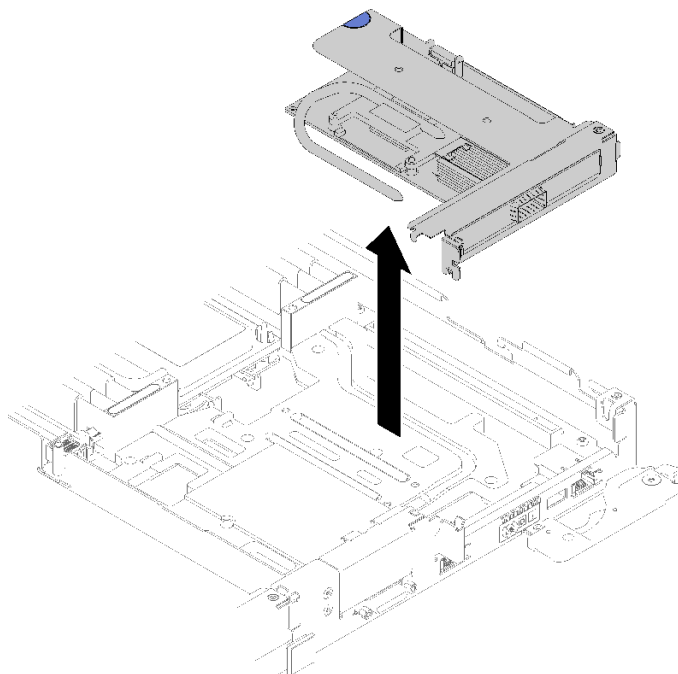


図 144. PCI ライザー・ケージ・アセンブリーの取り外し

ステップ 3. アダプターの端をつかんで、PCIe ライザー・ケージから慎重に引き出します。

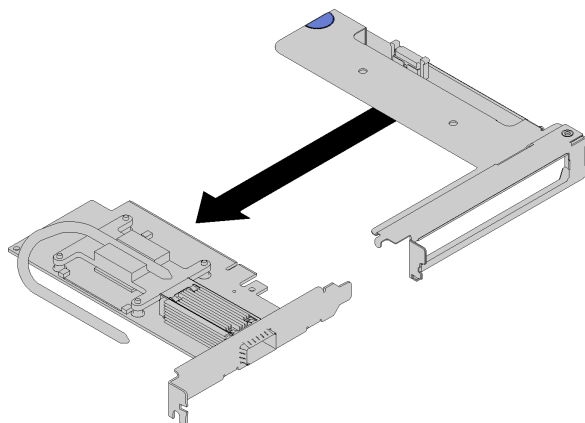


図 145. アダプターの取り外し

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

#### デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

#### アダプターの取り付け

以下の情報を使用して、アダプターを取り付けます。

アダプターを取り付ける前に:

1. 安全に作業を行うために、33 ページの「取り付けのガイドライン」をお読みください。

注: ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 1 ポート PCIe VPI アダプター (共有 IO) が取り付けられている場合、次の図のようにアダプターを正しく取り付けてください。

補助アダプターにはケーブルが 2 本付属しています。次の図のようにそれらの 2 本のケーブルを共有 IO アダプターに接続してください。

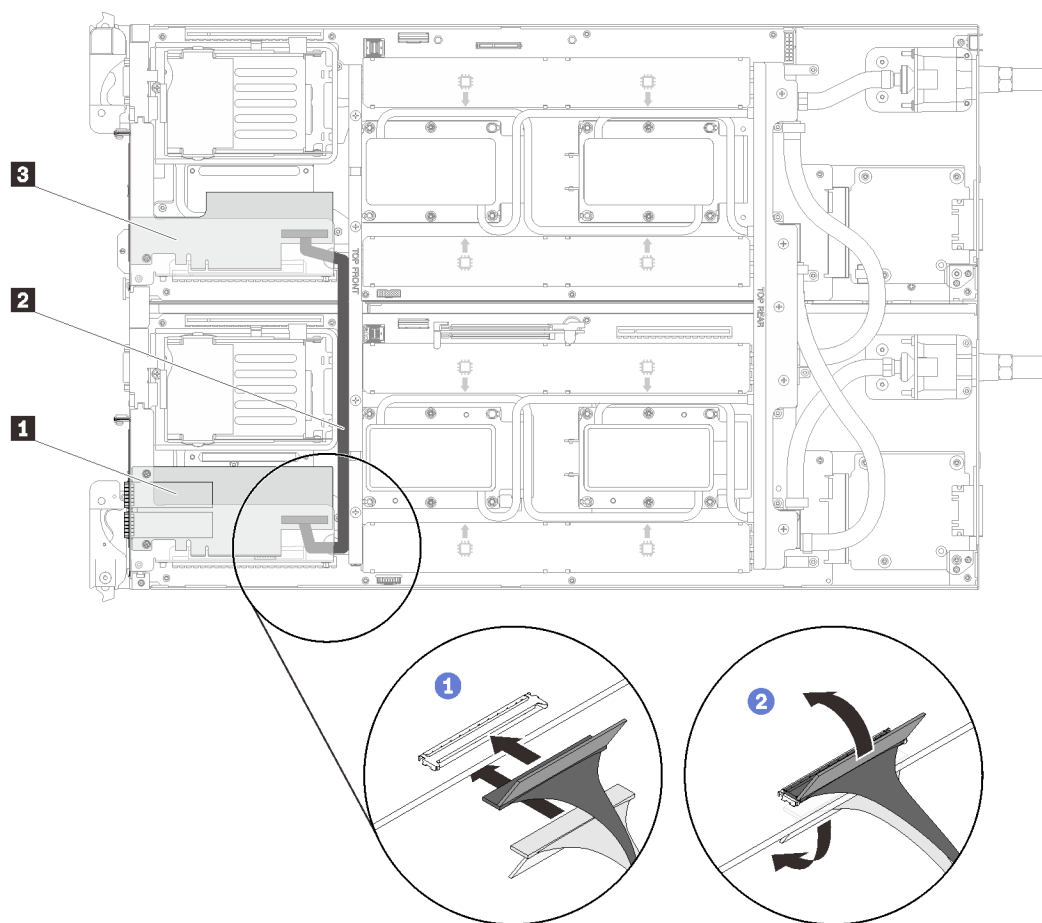


図 146. ConnectX-6 アダプター (共有 IO)

<b>1</b> 共有 IO アダプター	<b>3</b> 補助アダプター
<b>2</b> スリムライン 8I SAS ケーブル	

アダプターを取り外すには、以下の手順を実行します。

ステップ 1. アダプターを、ライザー・ケージの PCIe スロットに合わせます。次に、PCIe アダプターがしっかり固定されるまでまっすぐ慎重にスロットに押し込みます。

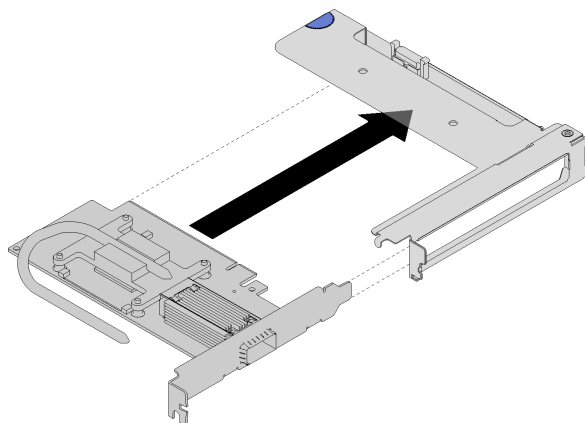


図 147. アダプターの取り付け

ステップ 2. PCIe ライザー・アセンブリーを取り付けます。

- a. PCIe ライザー・アセンブリーから延出しているヒート・パイプを導電プレートのトラフに合わせます。
- b. PCIe ライザー・アセンブリーをコネクターの上に向けます。
- c. PCIe ライザー・アセンブリーをノードにしっかりと押し込みます。

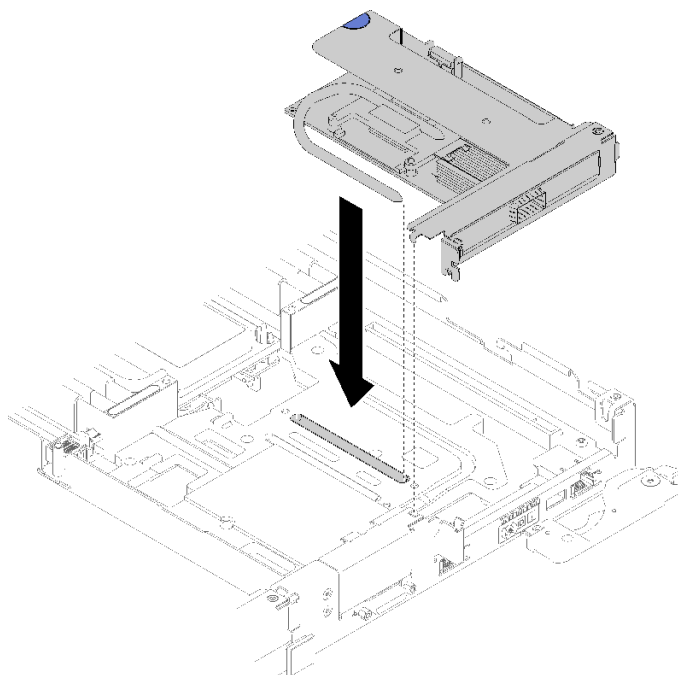


図 148. PCIe ライザー・ケージ・アセンブリーの取り付け

- d. 保持クランプをヒート・パイプの下にスライドさせます。次に、トラフ内のヒート・パイプ上でクランプを回転させます。
- e. 2 本の銀製の Torx T10 ねじを差し込んで締めて、クランプを固定します。

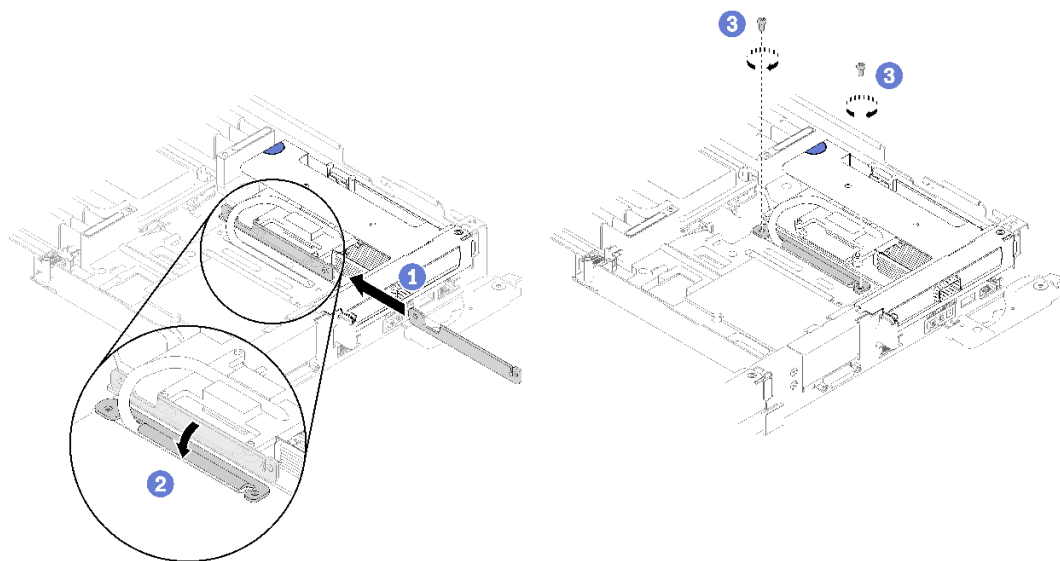


図 149. ねじと保持クランプの取り付け

アダプターを取り付けた後、以下のステップを実行します。

1. 前面クロス・ブレースを再取り付けします。

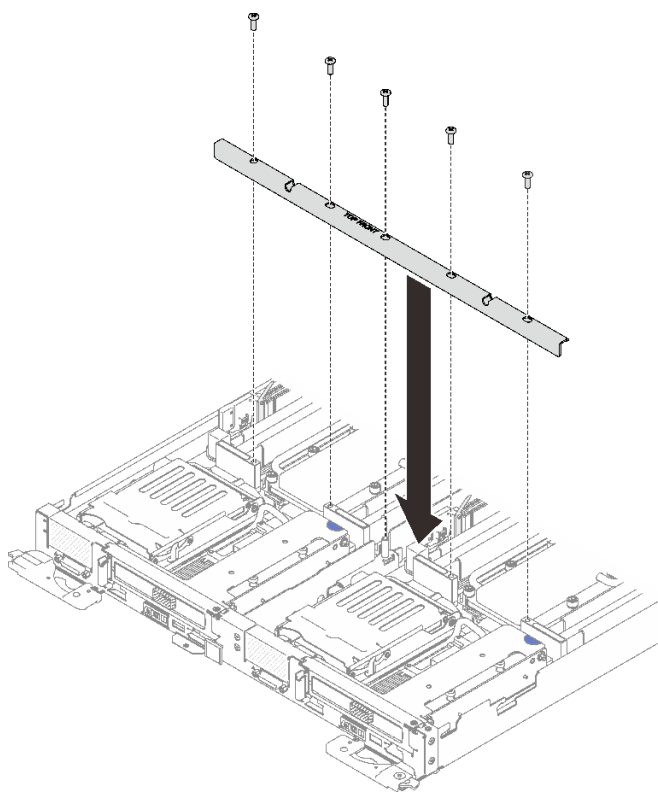


図 150. 前面クロス・ブレースの取り付け

2. トレイ・カバーを再び取り付けます (220 ページの「トレイ・カバーの取り付け」を参照)。

3. トレイを再び取り付けます (255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照)。
4. 各ノードの電源 LED をチェックし、高速の点滅から低速の点滅に変わり、両方のノードの電源をオンにする準備ができていることを示していることを確認します。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## Internal Faceplate Transition (IFT) アダプターの取り外し

IFT アダプターを取り外すには、この情報を使用します。

IFT アダプターを取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、33 ページの「取り付けのガイドライン」をお読みください。
2. タスクを実行しようとしている対応する DWC トレイ の電源をオフにします。
3. トレイを取り外します (255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照)。
4. トレイ・カバーを取り外します (219 ページの「トレイ・カバーの取り外し」を参照)。
5. 前面クロス・ブレースを取り外します。

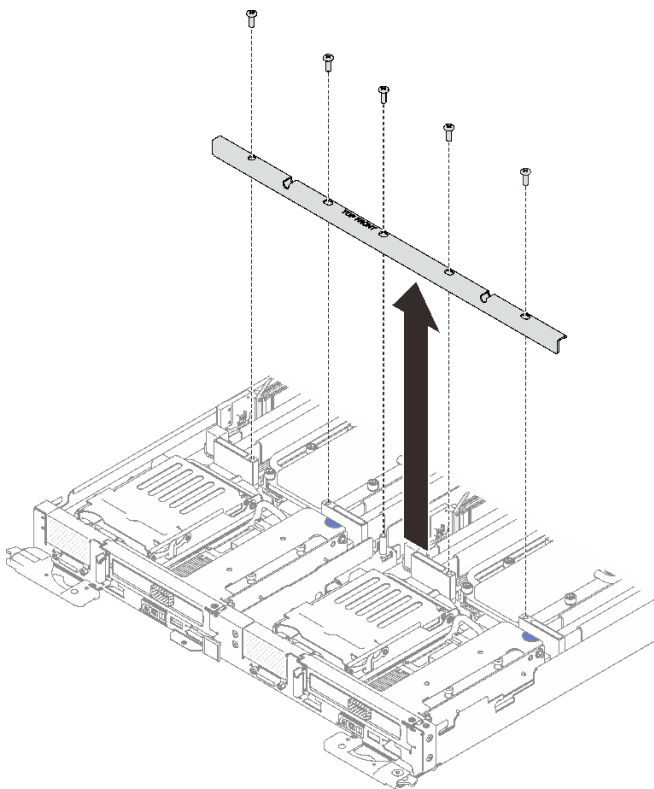


図 151. 前面クロス・ブレースの取り外し

6. ドライブ・ケージ取り付けられている場合は、それを取り外します (142 ページの「ドライブ・ケージ・アセンブリーの取り外し」を参照)。

IFT アダプターを取り外すには、以下の手順を実行します。

ステップ 1. IFT コネクター・リリース・スプリングを上にも、コネクターのケーブル側から離すように回してから、IFT コネクターを切り離します。

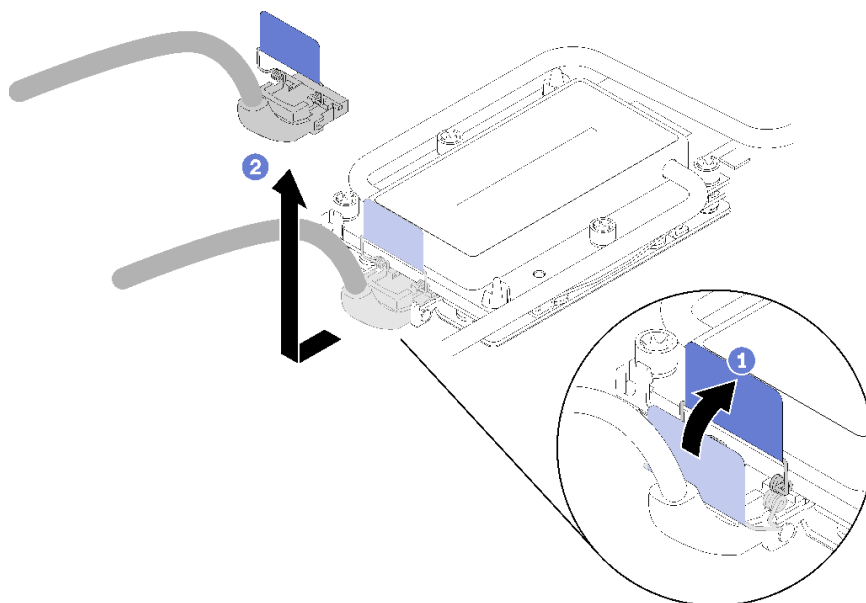


図 152. IFT コネクターの切り離し

ステップ 2. システム・ボードから他のコネクタを切り離します。

ステップ 3. 次に、PCIe ライザー・アセンブリーの端を持ち、慎重に持ち上げてノードから取り外して、コネクタを切り離します。

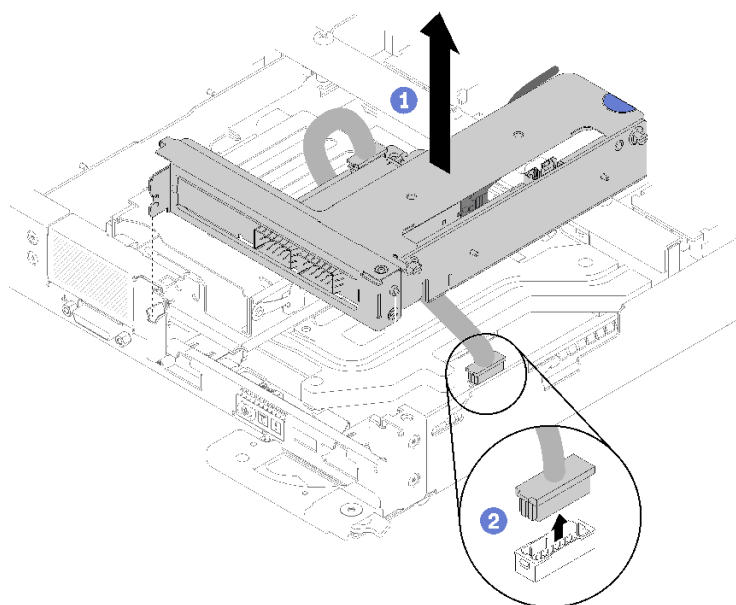


図 153. PCI ライザー・ケージ・アセンブリーの取り外し

ステップ 4. アダプターの端をつかんで、PCIe ライザー・ケージから慎重に引き出します。

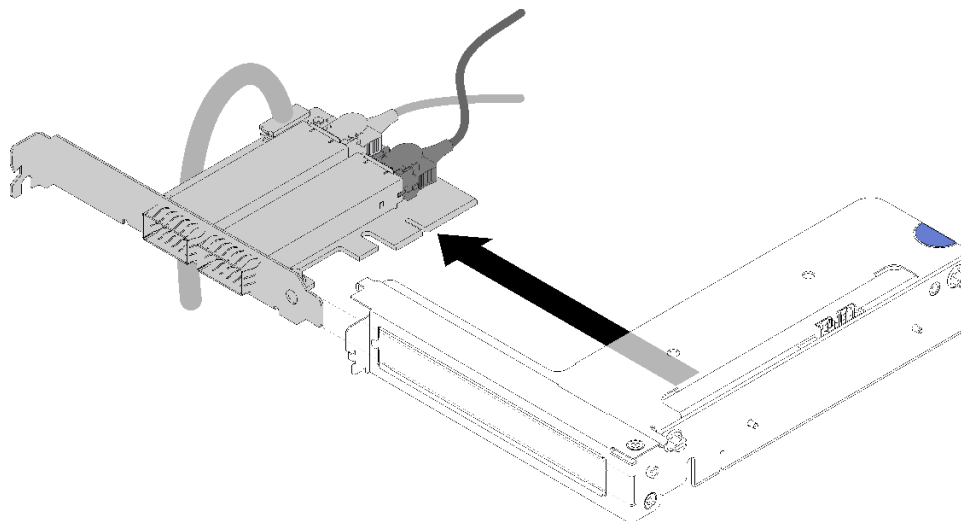


図 154. IFT アダプターの取り外し

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

### Internal Faceplate Transition (IFT) アダプターの取り付け

以下の情報を使用して、IFT アダプターを取り付けます。

IFT アダプターを取り付ける前に:

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。

IFT アダプターを取り付けるには、次のステップを実行してください。

ステップ 1. IFT ケーブルを接続します。

- a. IFT コネクター・リリース・スプリングを上、コネクターのケーブル側から離すように回します。
- b. IFT コネクターを接続します。
- c. IFT コネクター・リリース・スプリングをコネクターのケーブル側方向に回し、次にプロセッサ保持器具のクリップにはまるまで押し下げます。

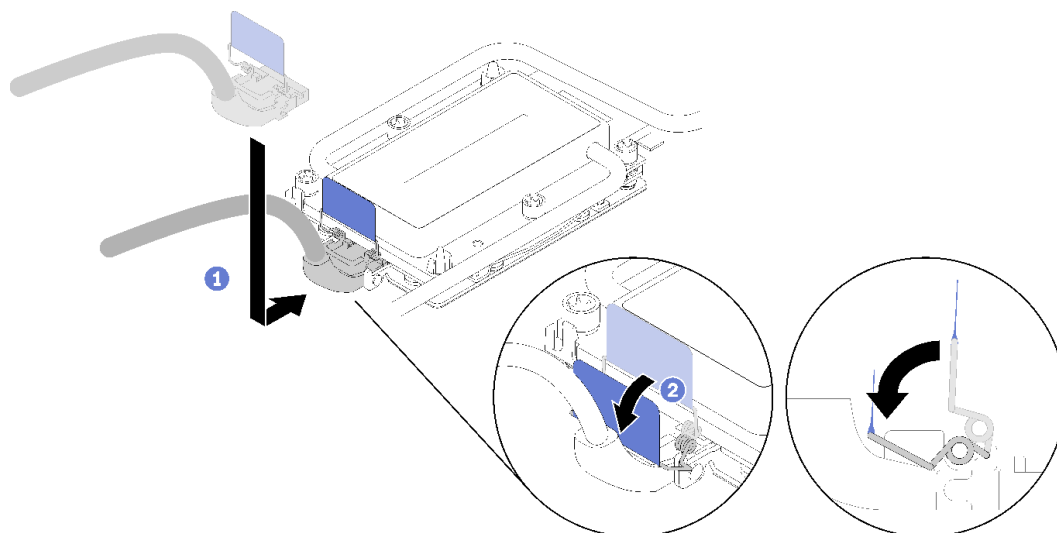


図 155. IFT コネクターの接続

ステップ 2. 図のように、3 つのコネクターを接続します。

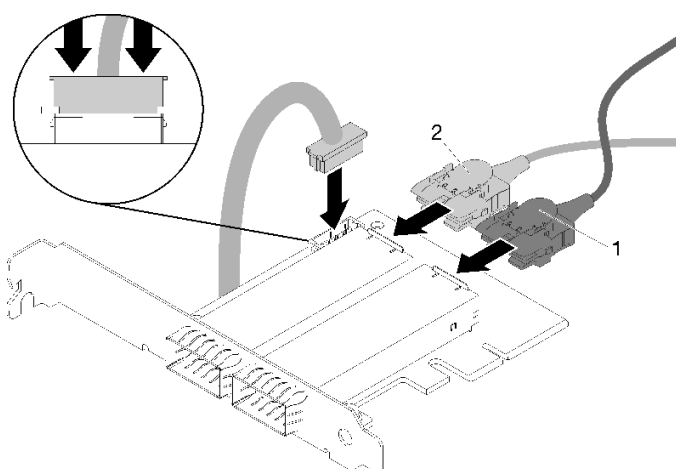


図 156. コネクターの接続

ステップ 3. アダプターを、ライザー・ケージの PCIe スロットに合わせます。次に、PCIe アダプターがしっかり固定されるまでまっすぐ慎重にスロットに押し込みます。



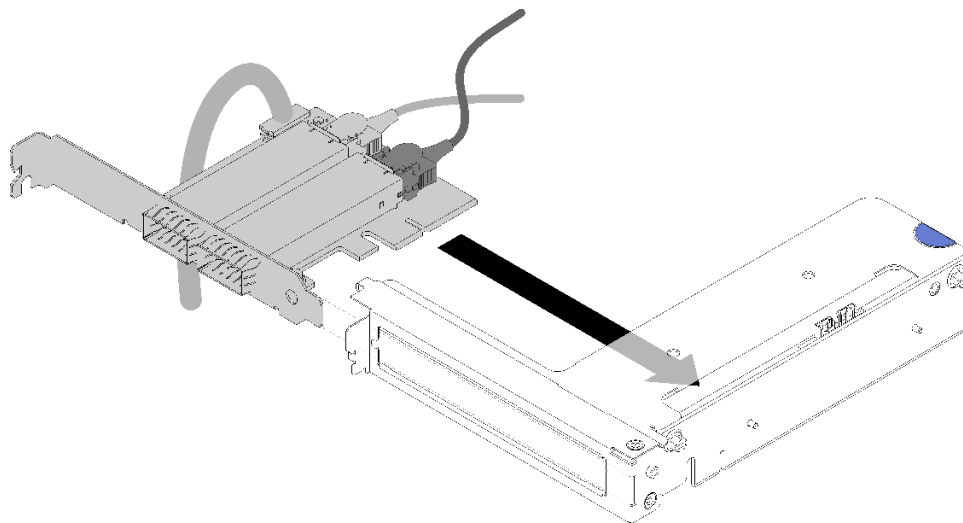


図 157. アダプターの取り付け

ステップ 4. コネクターを接続します。次に、PCI ライザー・ケージ・アセンブリーをスロットに合わせ、PCI ライザー・ケージ・アセンブリーをノードにしっかりと押し込みます。

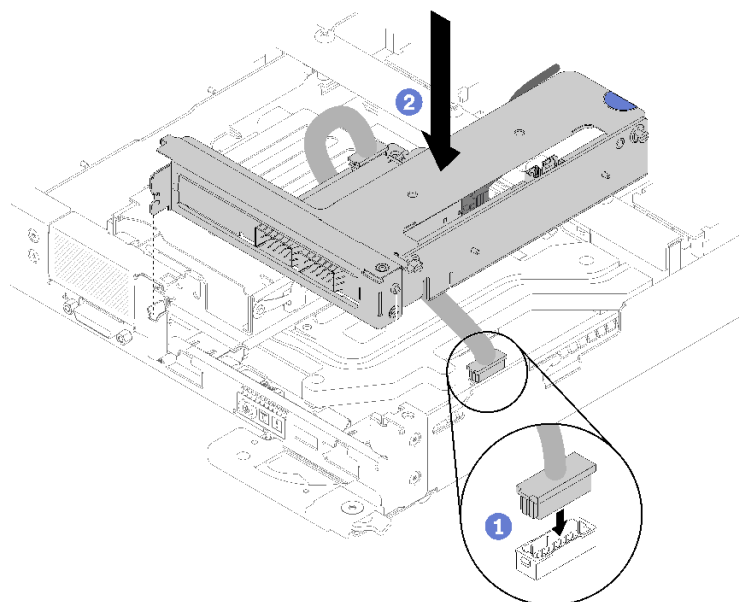


図 158. PCIe ライザー・ケージ・アセンブリーの取り付け

ステップ 5. 図のようにケーブルを慎重に配線します。

注：IFT ケーブルがノッチ内に配線されていることを確認し、ケーブル・タイを使用してケーブルをまとめます。

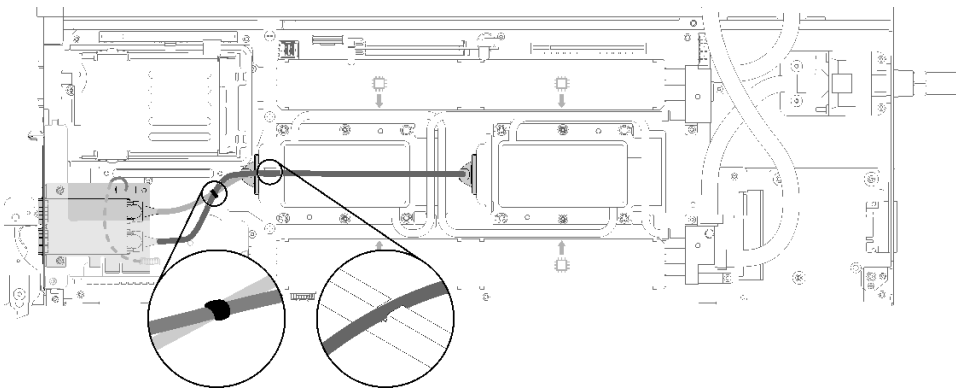


図 159. ケーブル配線

IFT アダプターを取り付けた後、以下のステップを実行します。

1. 必要に応じて、ドライブ・ケージを再取り付けします (144 ページの「ドライブ・ケージ・アセンブリーの取り付け」を参照)。
2. 前面クロス・ブレースを再取り付けします。

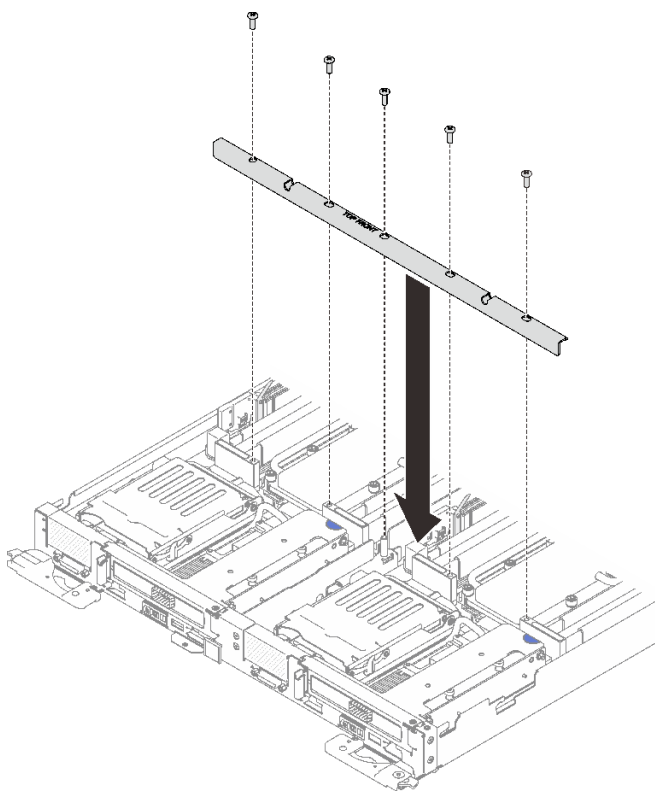


図 160. 前面クロス・ブレースの取り付け

3. トレイ・カバーを再び取り付けます (220 ページの「トレイ・カバーの取り付け」を参照)。
4. トレイを再び取り付けます (255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照)。
5. 各ノードの電源 LED をチェックし、高速の点滅から低速の点滅に変わり、両方のノードの電源をオンにする準備ができていることを示していることを確認します。

## 分電盤の交換

分電盤の交換の取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

### 分電盤の取り外し

分電盤を取り外すには、この情報を使用します。

S001



危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

分電盤を取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. タスクを実行しようとしている対応する DWC トレイ の電源をオフにします。
3. トレイを取り外します ([255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」](#)を参照)。
4. トレイ・カバーを取り外します ([219 ページの「トレイ・カバーの取り外し」](#)を参照)。
5. ウォーター・ループを取り外します ([238 ページの「ウォーター・ループの取り外し」](#))。

分電盤を取り外すには、次の手順を実行します。

ステップ 1. 背面バルクヘッド・ブラケットのねじを取り外します。背面のねじは T8 Torx ねじで、他のねじは T10 Torx です。

注: 左側のクイック・コネクットのねじを取り外すには、L 字型 Torx T10 ドライバーを使用します。

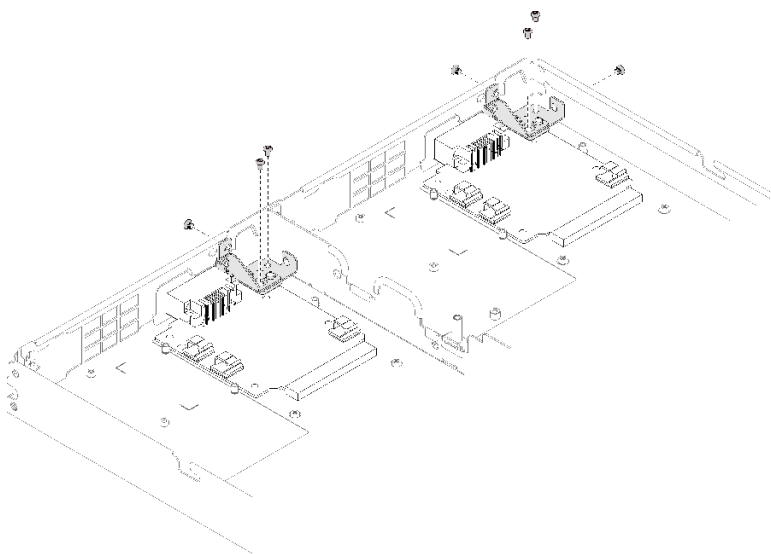


図 161. ねじの取り外し

ステップ 2. 背面バルクヘッド・ブラケットを取り外します。

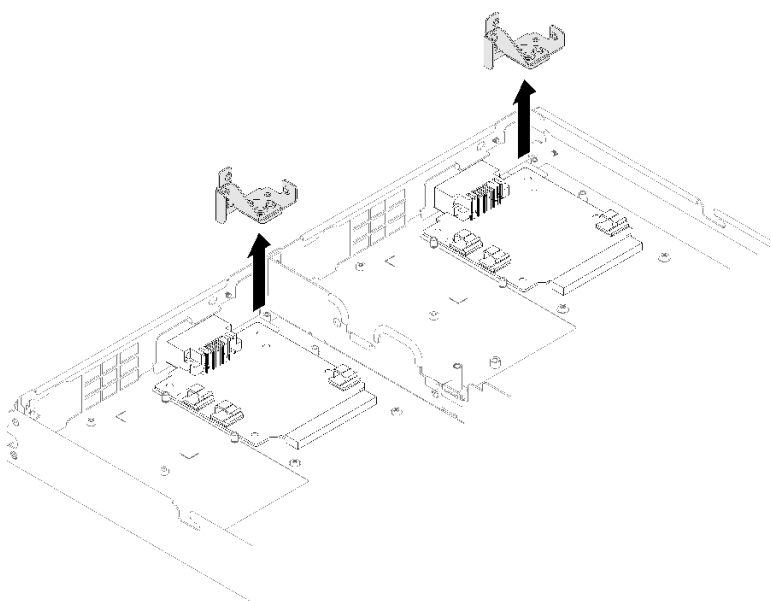


図 162. 背面バルクヘッド・ブラケットの取り外し

ステップ 3. 分電盤を DWC トレイに固定している 3 本のねじを取り外します。ねじは後で使用する  
ために取っておきます。

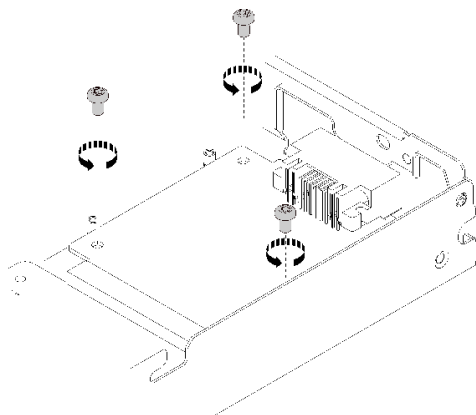


図 163. ねじの取り外し

ステップ 4. 分電盤を DWC トレイ から斜めに取り外します。

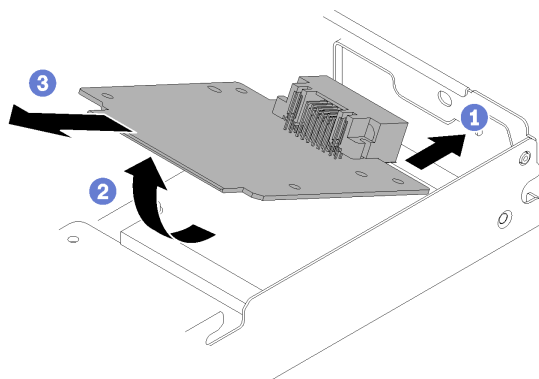


図 164. 分電盤の取り外し

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

### 分電盤の取り付け

分電盤を取り付けるには、この情報を使用します。

S001





危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

分電盤を取り付ける前に:

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。

分電盤を取り付けるには、次の手順を実行します。

ステップ 1. 分電盤を DWC トレイ の止め金具上に斜めに置きます。

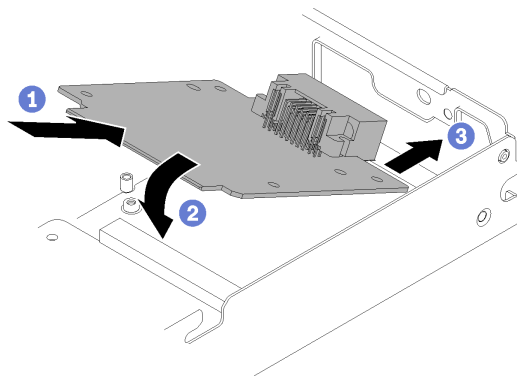


図 165. 分電盤の取り付け

ステップ 2. 分電盤を DWC トレイ に固定している 3 本のねじを取り付けます。

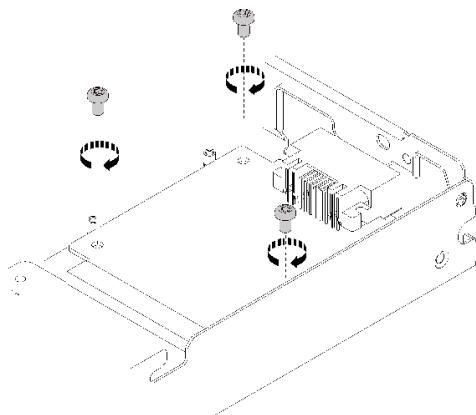


図 166. ねじの取り付け

ステップ 3. 背面バルクヘッド・ブラケットを取り付けます。

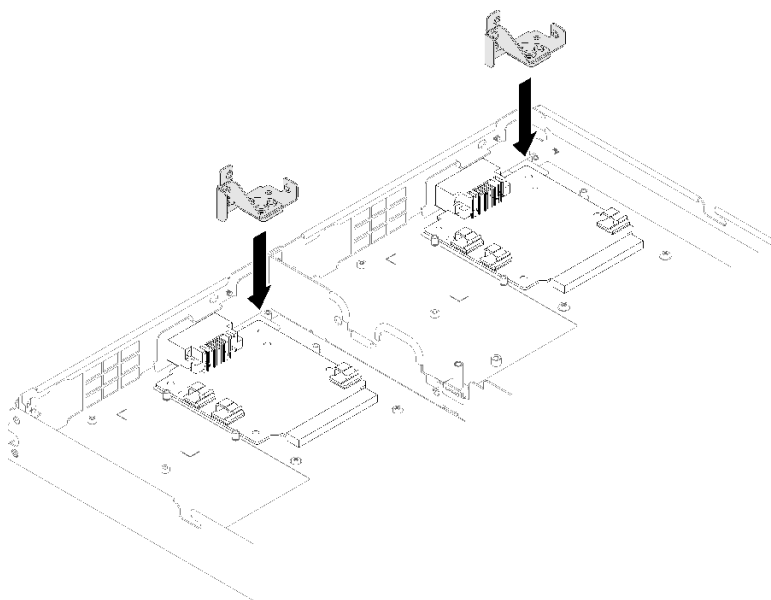


図 167. 背面バルクヘッド・ブラケットの取り付け

ステップ 4. 背面バルクヘッド・ブラケットにねじを取り付けます。

注：左側のクイック接続にねじを取り付けるには、L 字型 Torx T10 ドライバーを使用します。

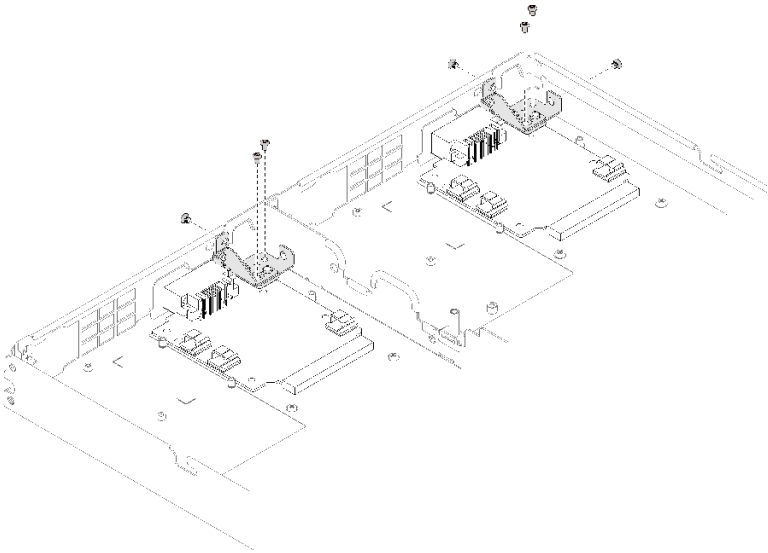


図 168. ねじの取り付け

分電盤を取り付けた後、以下の手順を実行してください。

1. ウォーター・ループ (245 ページの「ウォーター・ループの取り付け」) を再び取り付けます。
2. トレイ・カバーを再び取り付けます (220 ページの「トレイ・カバーの取り付け」を参照)。
3. トレイを再び取り付けます (255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照)。
4. 各ノードの電源 LED をチェックし、高速の点滅から低速の点滅に変わり、両方のノードの電源をオンにする準備ができていることを示していることを確認します。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)



## プロセッサの交換

組み立て済みのプロセッサの交換を行うには、以下の手順を使用します。

**注意：**プロセッサの交換を開始する前に、アルコール・クリーニング・パッド (部品番号 00MP352) および灰色の熱伝導グリース (部品番号 41Y9292) を必ず用意してください。

**重要：**ソリューションのプロセッサは、温度の状態に応じて、発熱を軽減するためにスロットルして一時的に速度を落とす場合があります。いくつかのプロセッサ・コアが非常に短時間 (100 ミリ秒以下) スロットルする場合、オペレーティング・システム・イベント・ログにのみ記録され、システム XCC のイベント・ログには対応するエントリがない場合があります。この場合、イベントは無視して構いません。プロセッサの交換は不要です。

### プロセッサの取り外し

この作業には、組み立てられたプロセッサを取り外すための指示があります。この作業には、Torx T30 ドライバーが必要です。

**注意：**

- 各プロセッサ・ソケットには必ずカバーが取り付けられている必要があります。プロセッサの取り外しまたは取り付けを行うときは、空のプロセッサ・ソケットをカバーで保護してください。
- プロセッサ・ソケットまたはプロセッサの接点に手を触れないでください。プロセッサ・ソケットの接点は非常に壊れやすく、簡単に損傷します。プロセッサ接点の皮膚からの油脂などによる汚れは、接触不良の原因になることがあります。
- プロセッサおよびウォーター・ループの熱伝導グリースが、何かと接触することのないようにしてください。何らかの面に接触すると、熱伝導グリースが劣化し、効果がなくなるおそれがあります。熱伝導グリースは、プロセッサ・ソケットの電源コネクタなどのコンポーネントを損傷する可能性があります。指示があるまで、冷却プレートからグリースのカバーを取り外さないでください。
- ウォーター・ループの損傷を避けるために、ウォーター・ループの取り外し、取り付け、または折り畳みを行うときは、必ずウォーター・ループ・キャリアを使用してください。
- 最適なパフォーマンスを確保するために、新しいヒートシンクの製造日を確認し、2 年を超えていないことを確認してください。それ以外の場合は、既存の熱伝導グリースを拭き取り、最適な温度で機能するよう、新しいグリースを当ててください。

プロセッサを取り外す前に:

**注：**ご使用のシステムのプロセッサ、プロセッサ保持器具は、図と異なる場合があります。

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. タスクを実行しようとしている対応する DWC トレイ の電源をオフにします。
3. トレイを取り外します ([253 ページの「エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し」](#)を参照)。
4. トレイ・カバーを取り外します ([219 ページの「トレイ・カバーの取り外し」](#)を参照)。
5. 両方のエアー・バッフルを取り外します。

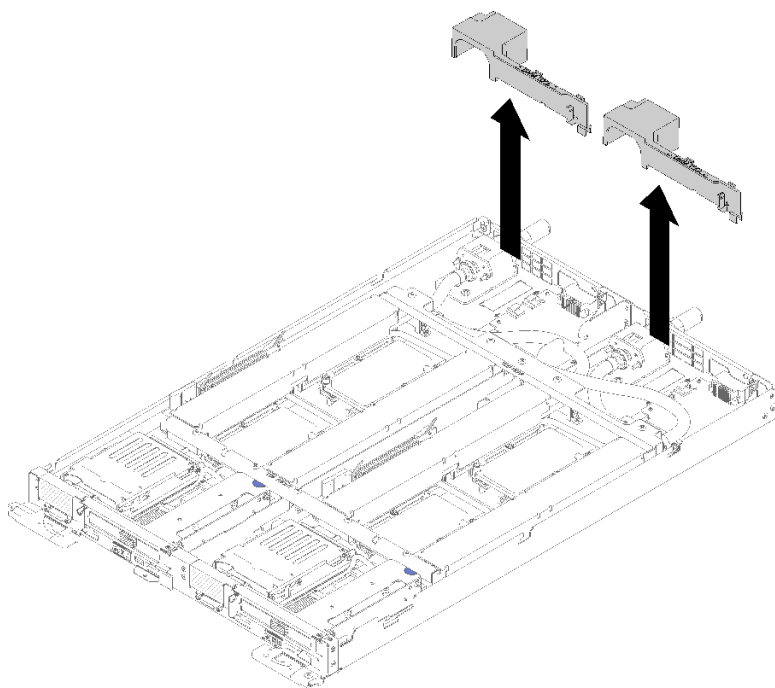


図 169. エアー・バッフルの取り外し

6. 前面と背面のクロス・ブレース (10x P2 ねじ) を取り外します。

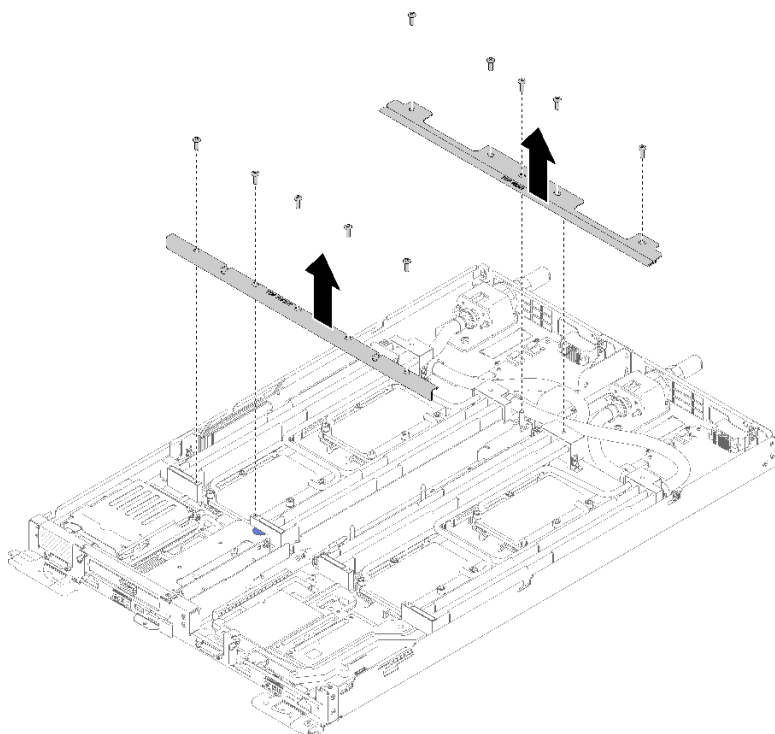


図 170. クロス・ブレースの取り外し

7. 両方のノードの4つの DIMM カバーと DIMM をすべて取り外します (130 ページの「DIMM の取り外し」を参照)。
8. 両方のノードの M.2 バックプレーンを取り外します (148 ページの「M.2 バックプレーンの取り外し」を参照)。
9. ノードのドライブ・ケージ・アセンブリーを取り外します (142 ページの「ドライブ・ケージ・アセンブリーの取り外し」を参照)。
10. 該当する場合は、ノードの PCIe ライザー・アセンブリーを取り外します (構成に応じて、155 ページの「アダプターの取り外し」または 161 ページの「Internal Faceplate Transition (IFT) アダプターの取り外し」を参照)。
11. ウォーター・ループを折りたたみます。
  - a. 2つの M.2 バックプレーン・ガイド・ピンを使用して、ウォーター・ループ・キャリアの向きを合わせます。次に、ウォーター・ループ・キャリアをゆっくりと下に置き、ウォーター・ループにしっかりと固定されていることを確認します。

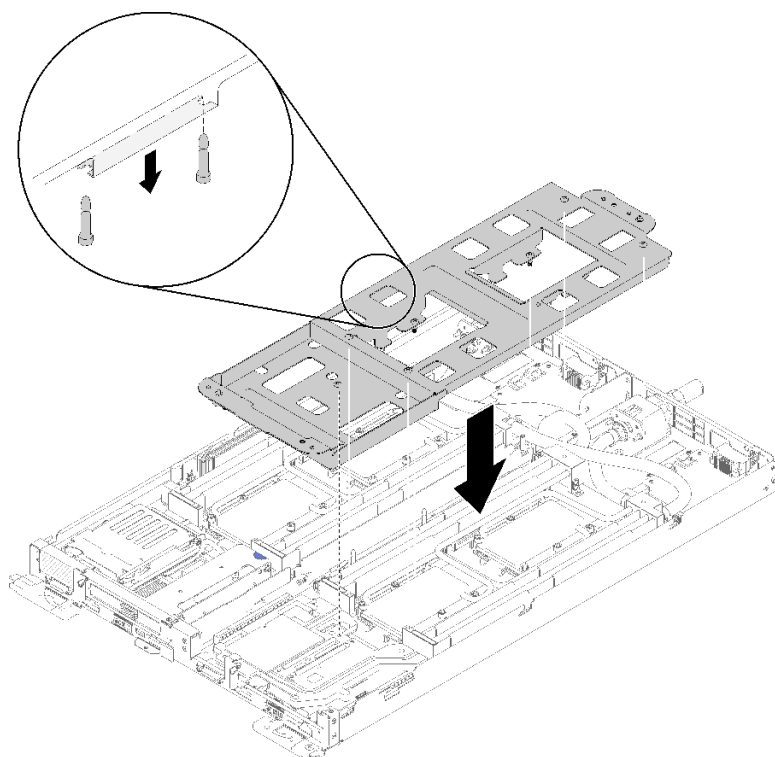


図 171. ウォーター・ループ・キャリアの取り付け

- b. ウォーター・ループのねじ (ノードあたり 15x シルバー Torx T10 ねじ) を取り外します。

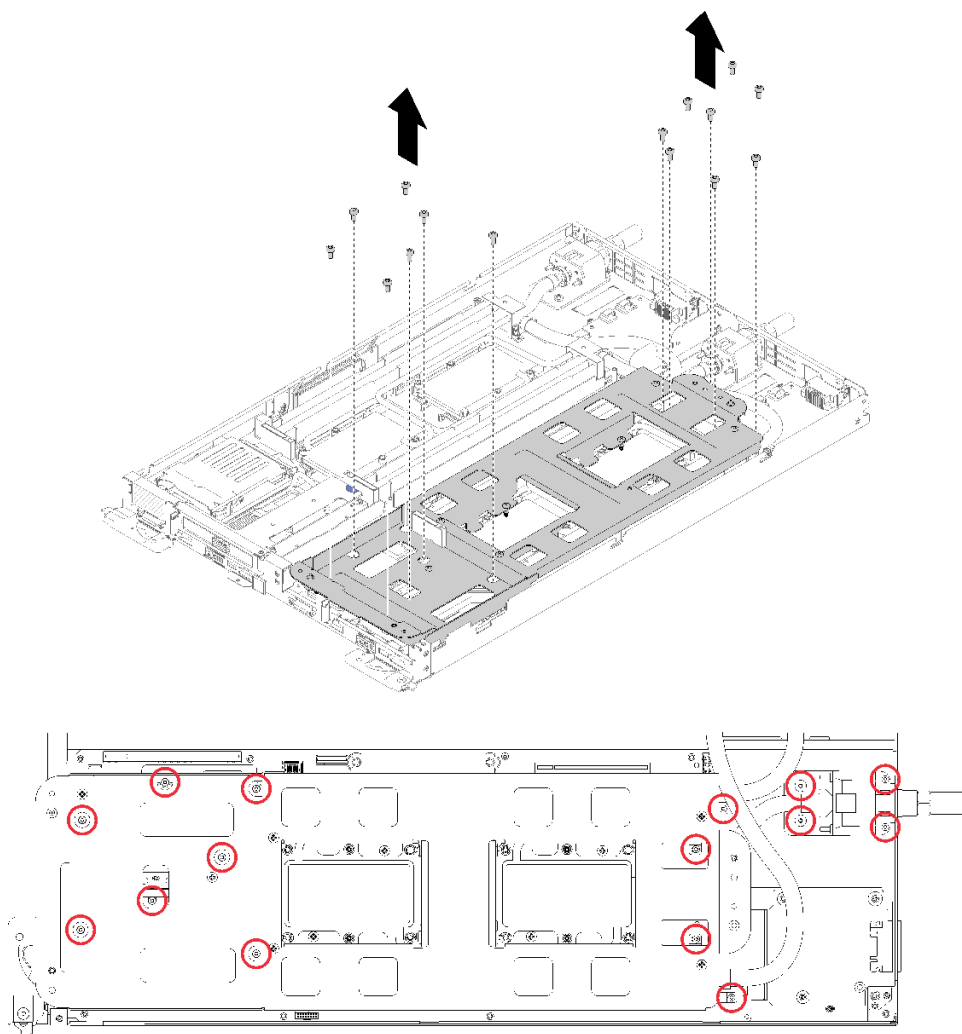


図 172. シルバー T10 ねじの取り外し

- c. 冷却プレートのラベルに示されている取り外し順序で、すべての Torx T30 拘束ファスナー (ノードあたり 8x Torx T30 拘束ファスナー) を冷却プレートで緩めます。

注意：コンポーネントの損傷を避けるために、示されたとおり順序に従って緩めてください。

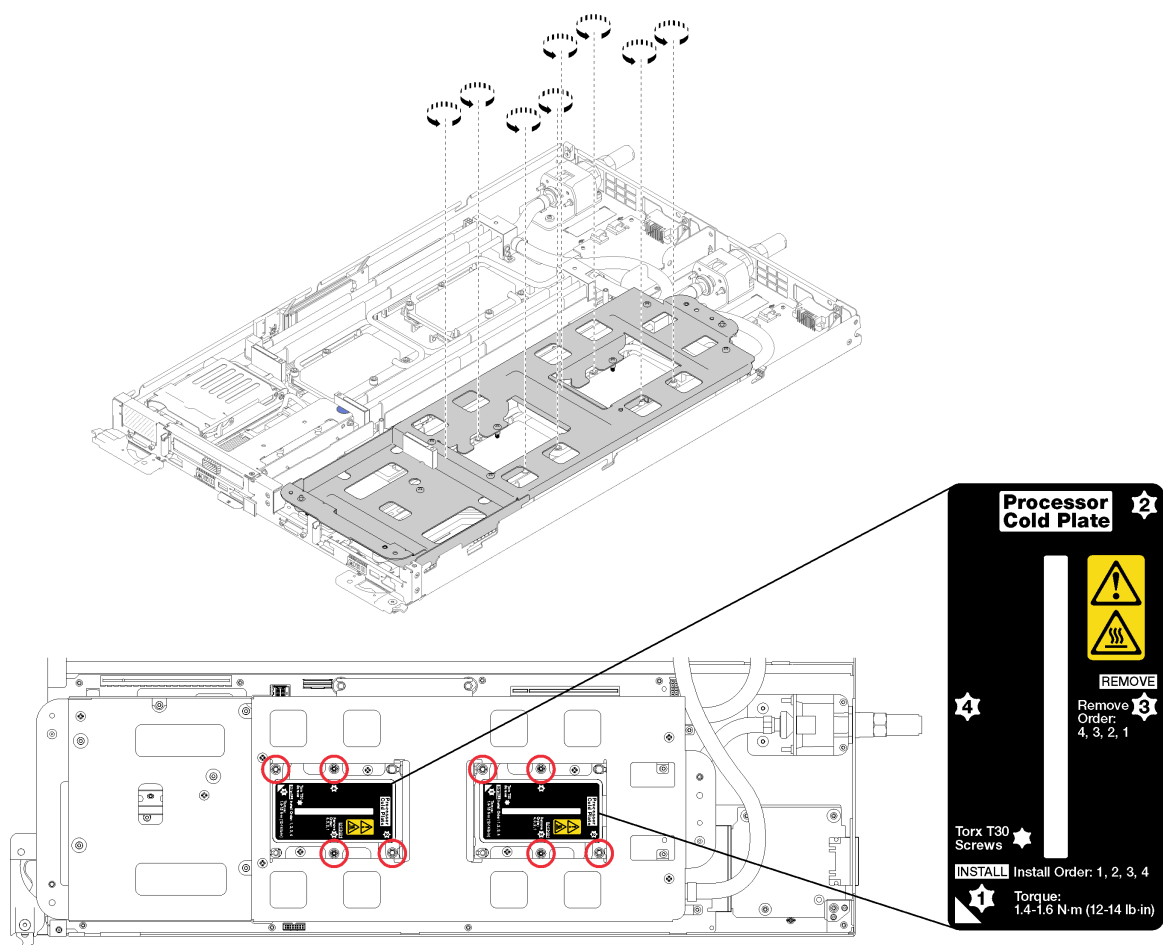


図 173. Torx T30 拘束ファスナーを緩める

- d. ウォーター・ループ・キャリアのねじを締めます (ノードあたり 10x P2 ねじ)。

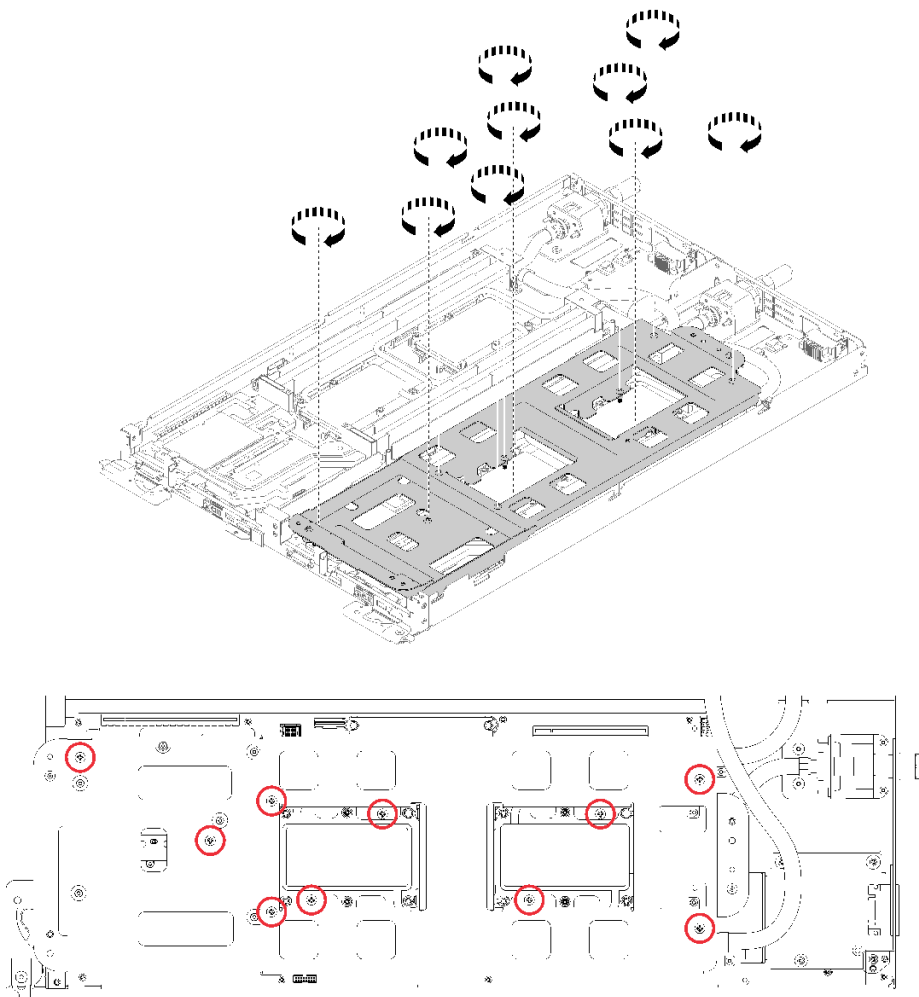


図174. 拘束 P2 ねじを締める

- e. ウォーター・ループを折りたたみます。
- 1) ウォーター・ループをシステム・ボードから慎重に持ち上げ、4つのアライメント・ポストからクイック・コネクタを外し、クイック・コネクタをトレイの背面の開口部から引き出します。
  - 2) 慎重にウォーター・ループを回転させて、一方の半分が他方の半分の上に乗るようにします。

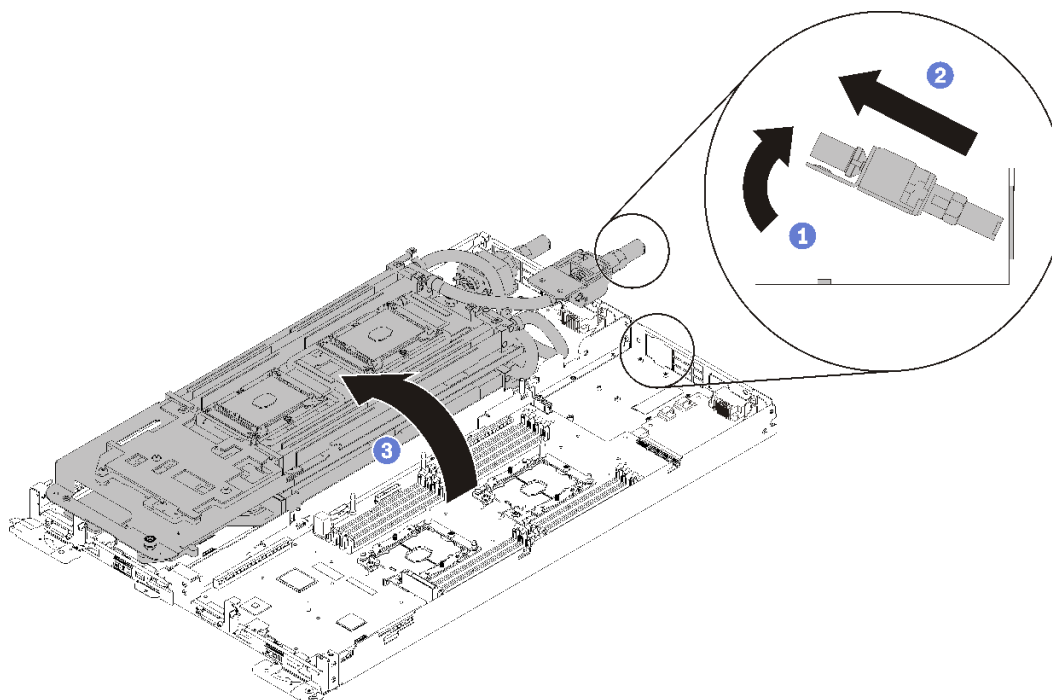


図 175. ウォーター・ループを折りたたむ

プロセッサを取り外すには、以下のステップを実行してください。

ステップ 1. プロセッサに Internal Faceplate Transition (IFT) Carrier コネクターがある場合は、ケーブルを切り離します。

IFT コネクター・リリース・スプリングを上にも、コネクターのケーブル側から離すように回してから、IFT コネクターを切り離します。

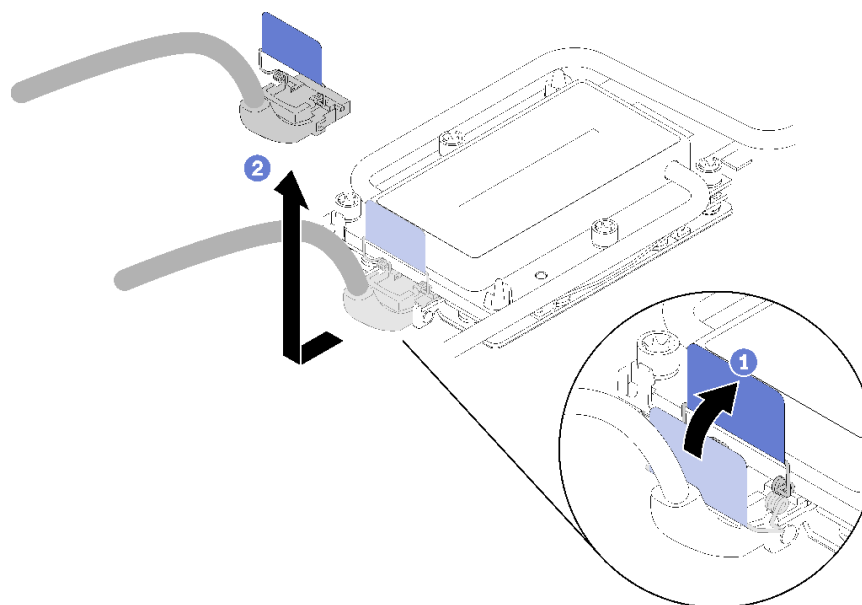


図 176. ねじと保持クランプの取り外し

ステップ2. コールド・プレートの下側からプロセッサを取り外します。

- プロセッサを交換する場合は、保持器具からプロセッサを分離します。
  1. マイクロプロセッサ保持器具の、持ち上げる部分に一番近い隅の保持クリップを押します。ねじりを加えてプロセッサと冷却プレートのシールを破りながら、マイナス・ドライバーを使用し、てこ作用を利用して慎重に保持器具の隅をヒートシンクから外します。
  2. 残りの保持クリップを解放し、冷却プレートの下側からプロセッサおよび保持器具を持ち上げます。
  3. プロセッサと保持器具を冷却プレートから分離したら、プロセッサが保持器具から外れて落ちないように、プロセッサと保持器具を、熱伝導グリース側を下向きに、プロセッサの接点側を上向きにして持ちます。

注：プロセッサの保持器具は、この後の手順で取り外して廃棄し、新しいものと交換します。

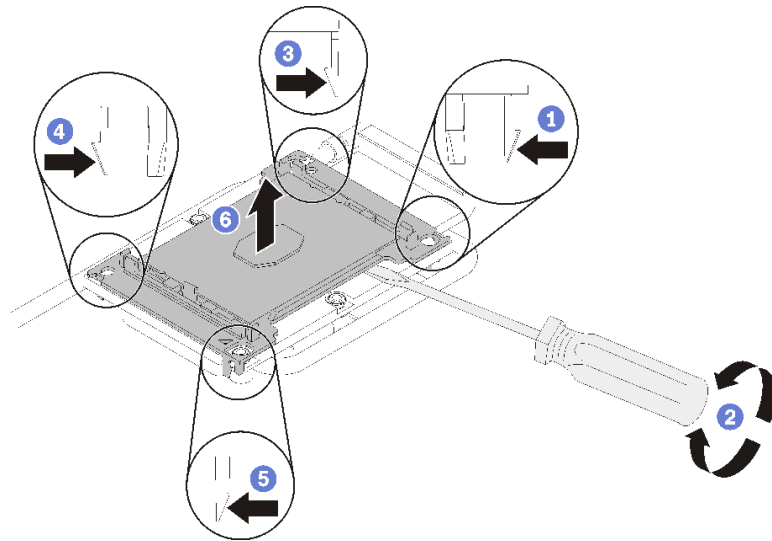


図 177. 冷却プレートの下側からプロセッサとプロセッサ保持器具を取り外します。

- プロセッサを交換する場合は、ウォーター・ループを再利用します。アルコール・クリーニング・パッドを使用して、ウォーター・ループの底に付いた熱伝導グリースをふき取ります。
- ウォーター・ループを交換する場合は、プロセッサを再利用します。アルコール・クリーニング・パッドを使用して、プロセッサ上部の熱伝導グリースをふき取ります。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)



## プロセッサの取り付け

この作業には、組み立てられたプロセッサを取り付けるための指示があります。この作業には、Torx T30 ドライバーが必要です。

### 注意：

- 各プロセッサ・ソケットには必ずカバーが取り付けられている必要があります。プロセッサの取り外しまたは取り付けを行うときは、空のプロセッサ・ソケットをカバーで保護してください。
- プロセッサ・ソケットまたはプロセッサの接点に手を触れないでください。プロセッサ・ソケットの接点は非常に壊れやすく、簡単に損傷します。プロセッサ接点の皮膚からの油脂などによる汚れは、接触不良の原因になることがあります。
- プロセッサおよびウォーター・ループの熱伝導グリースが、何かと接触することのないようにしてください。何らかの面に接触すると、熱伝導グリースが劣化し、効果がなくなるおそれがあります。熱伝導グリースは、プロセッサ・ソケットの電源コネクタなどのコンポーネントを損傷する可能性があります。指示があるまで、冷却プレートからグリースのカバーを取り外さないでください。
- ウォーター・ループの損傷を避けるために、ウォーター・ループの取り外し、取り付け、または折り畳みを行うときは、必ずウォーター・ループ・キャリアを使用してください。
- 最適なパフォーマンスを確保するために、新しいヒートシンクの製造日を確認し、2年を超えていないことを確認してください。それ以外の場合は、既存の熱伝導グリースを拭き取り、最適な温度で機能するように、新しいグリースを当ててください。

### 注：

- プロセッサには、それを取り付けるソケットおよびソケット内の向きを決めるしるしがあります。
- ご使用のシステムでサポートされているプロセッサのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com/>を参照してください。システムボードに取り付けるプロセッサはすべて、速度、コア数、および周波数が同じでなければなりません。
- 新しいプロセッサの取り付けまたは交換前に、システム・ファームウェアを最新レベルに更新します。「ThinkSystem SD650 Neptune DWC トレイおよびDW612 Neptune DWC エンクロージャーセットアップ・ガイド」の「ファームウェアの更新」を参照してください。
- システムで使用できるオプション・デバイスに、特定のプロセッサ要件がある場合があります。詳しくは、オプション・デバイスに付属の資料を参照してください。

プロセッサを取り付ける前に：

注：ご使用のシステムのプロセッサ、プロセッサ保持器具は、図と異なる場合があります。

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. 既存のプロセッサが取り付けられている場合は取り外します。[173 ページの「プロセッサの取り外し」](#)を参照してください。

注：交換用のプロセッサには、長方形および正方形のプロセッサ保持器具が付属しています。長方形の保持器具は、プロセッサに取り付けられています。正方形の保持器具は、ウォーター・ループ冷却プレートの下側には収まらないので、廃棄することができます。

3. プロセッサを交換する場合は、プロセッサ保持器具を交換します。プロセッサ保持器具は、ウォーター・ループの冷却板から離れた後で再使用しないでください。
  - a. 古いプロセッサ保持器具を取り外します。

注：保持器具の取り外しは、Internal Faceplate Transition (IFT) Carrier と IFT 以外のプロセッサで少し異なります。

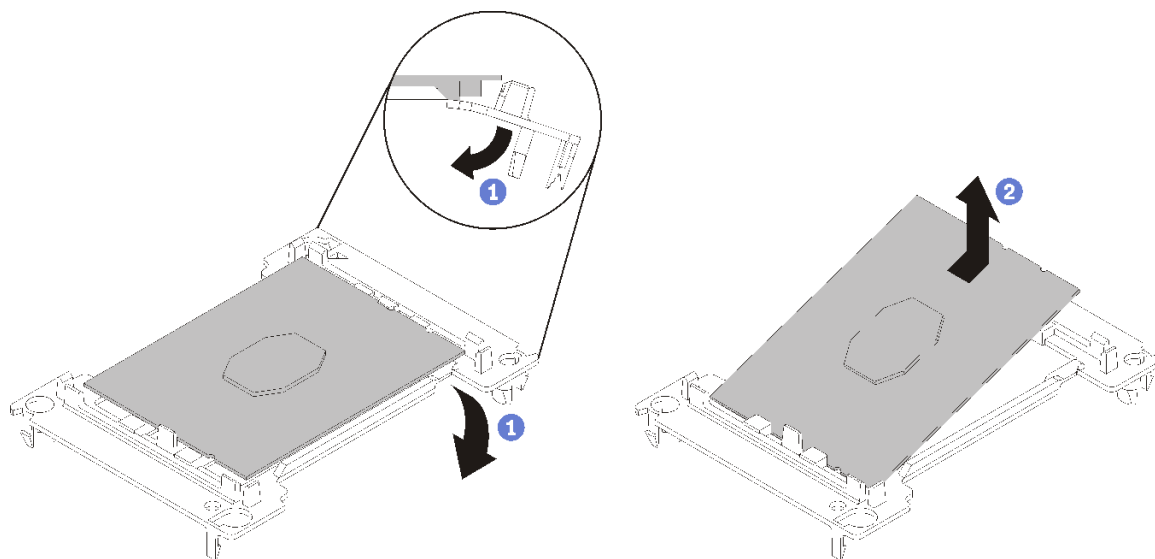


図 178. IFT 以外のプロセッサ保持器具の取り外し

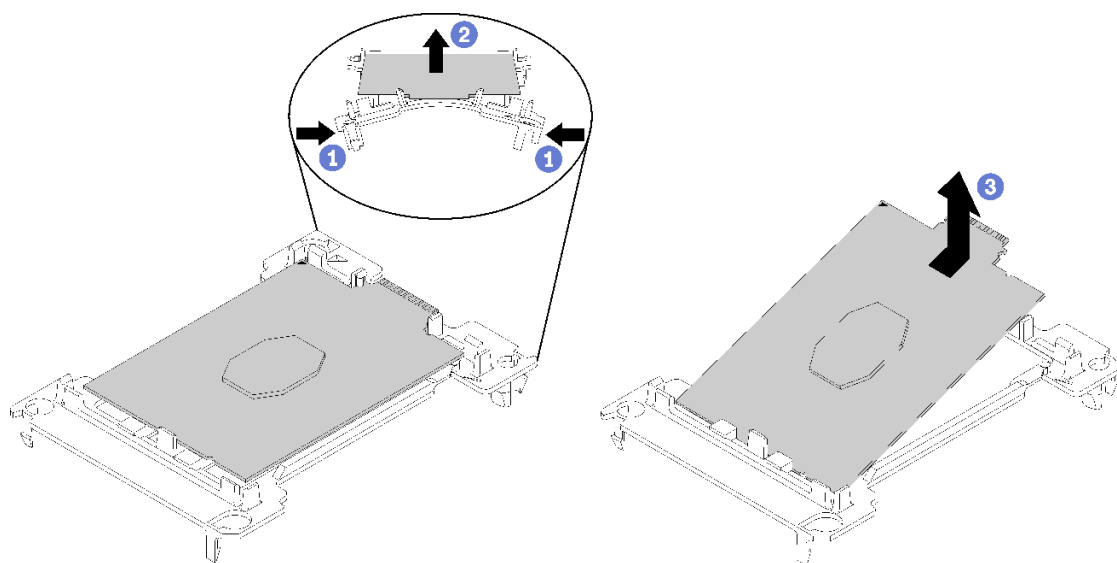


図 179. IFT プロセッサ保持器具の取り外し

注：プロセッサを保持器具から取り外したら、接点や熱伝導グリース (塗布されている場合) に触れないように、プロセッサの長辺を持ちます。

IFT 以外のプロセッサのプロセッサ接点側を上向きにして、保持器具の端を下向きに緩めてプロセッサから離し、保持クリップを開放して、プロセッサを保持器具から取り外します。古い保持器具を廃棄します。

- b. 新しいプロセッサ保持器具にプロセッサを取り付けます。

注：保持器具の取り付けは、IFT 以外のプロセッサと IFT プロセッサで少し異なります。

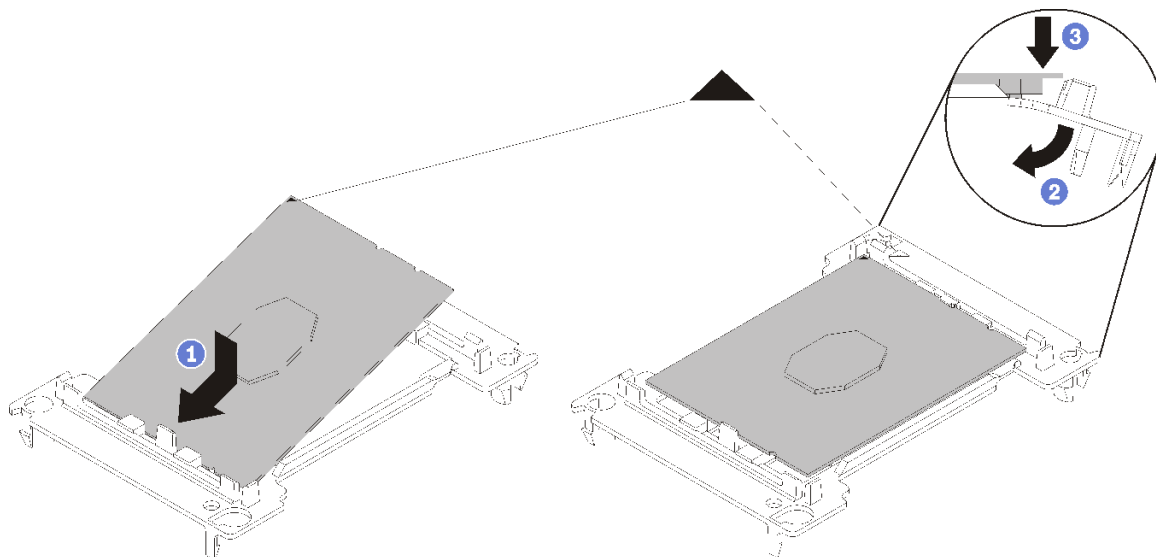


図 180. IFT 以外のプロセッサ保持器具の取り付け

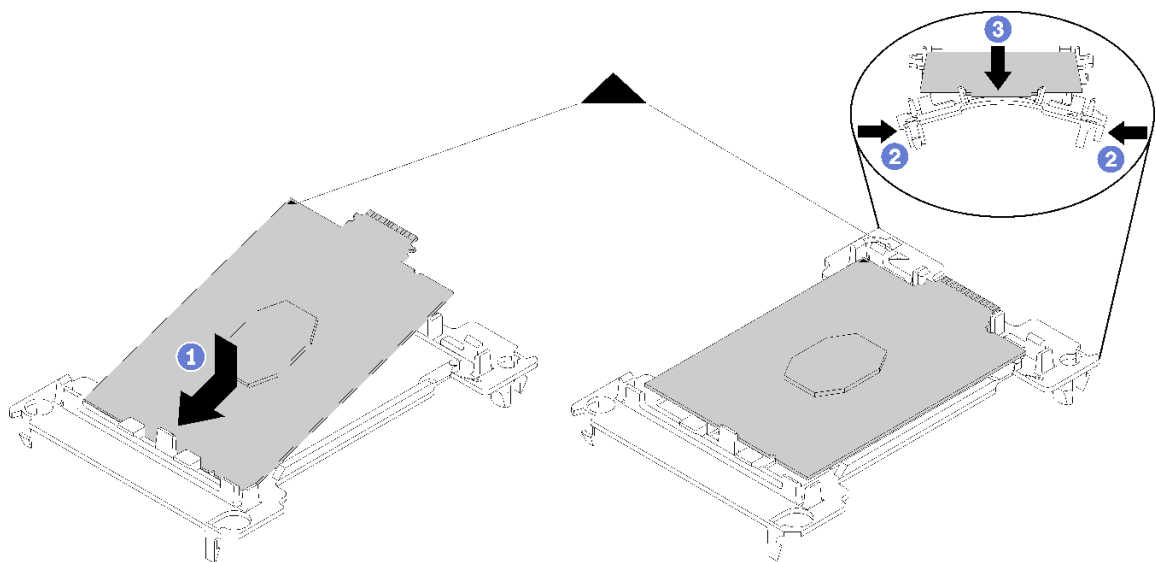


図 181. IFT プロセッサ保持器具の取り付け

- 1) 三角マークが合うように、新しい保持器具にプロセッサを配置します。次に、プロセッサのマークのない側の端を保持器具に挿入します。
- 2) IFT 以外のプロセッサの挿入した側の端を固定しながら、保持器具の反対端を下向きに緩めてプロセッサから離し、プロセッサを保持器具のクリップの下に押し込みます。  
プロセッサが保持器具から外れて落ちないように、挿入した後は、プロセッサの接点側を上向きにして、プロセッサ保持器具の側面を持ってプロセッサ保持器具アセンブリを持ちます。
- 3) プロセッサ上に古い熱伝導グリースがついている場合は、アルコール・クリーニング・パッドを使用して、慎重にプロセッサの上部をクリーニングします。

注：プロセッサの上部に新しい熱伝導グリースを塗布する場合は、アルコールが完全に蒸発したことを確認してから行ってください。

4. プロセッサを交換する場合：

- a. プロセッサ識別ラベルをウォーター・ループから取り外し、交換用プロセッサに付属する新しいラベルと交換します。
- b. 最適なパフォーマンスを確保するために、新しいヒートシンクの製造日を確認し、2年を超えていないことを確認してください。それ以外の場合は、既存の熱伝導グリースを拭き取り、最適な温度で機能するよう、新しいグリースを当ててください。
- c. 新しいプロセッサ上部に新しい熱伝導グリース (0.65 g) を塗布します。プロセッサの上部をアルコール・クリーニング・パッドで清掃した場合は、アルコールが完全に蒸発したことを確認してから新しい熱伝導グリースを塗布してください。

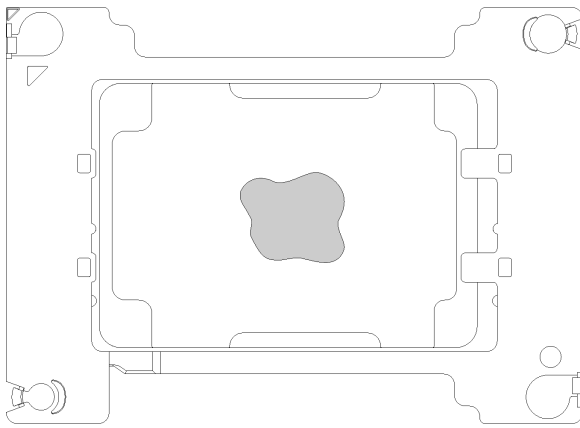


図 182. 熱伝導グリースの塗布

- 1) プロセッサの接点側を下にして、慎重にプロセッサおよび保持器具を平らな面に置きます。
  - 2) 熱伝導グリース (約 0.65 g) をプロセッサの上部中央に塗布します。
5. ウォーター・ループを交換する場合、プロセッサ ID ラベルを古いウォーター・ループから取り外し、新しいウォーター・ループの同じ場所に配置します。
- ラベルを取り外して新しいウォーター・ループに配置できない場合、または輸送時にラベルが損傷した場合、ラベルは油性マーカーを使用して配置されるため、新しいウォーター・ループの同じ場所にあるプロセッサ ID ラベルからのプロセッサのシリアル番号を書き留めます。

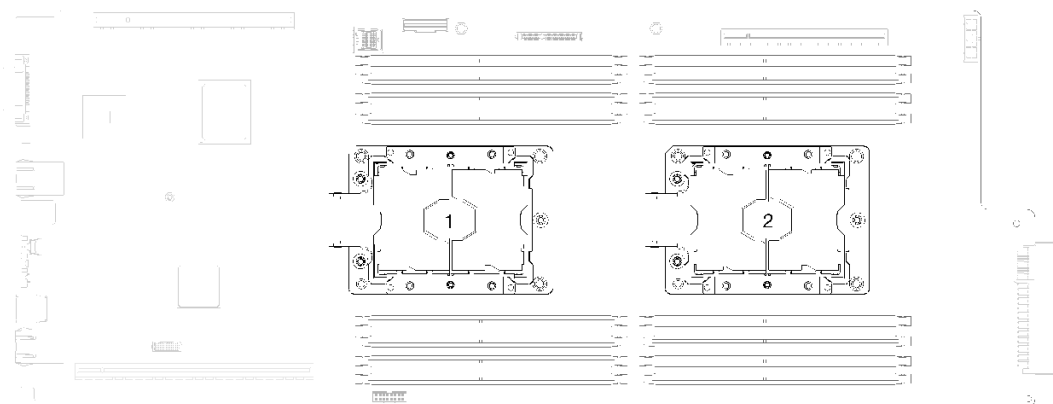


図 183. プロセッサの位置

プロセッサを取り付けるには、次のステップを実行してください。

ステップ 1. ウォーター・ループ冷却プレートの下側からプラスチック・グリース・カバーを取り外します。

ステップ 2. プロセッサをウォーター・ループの冷却プレートの下側に取り付けます。

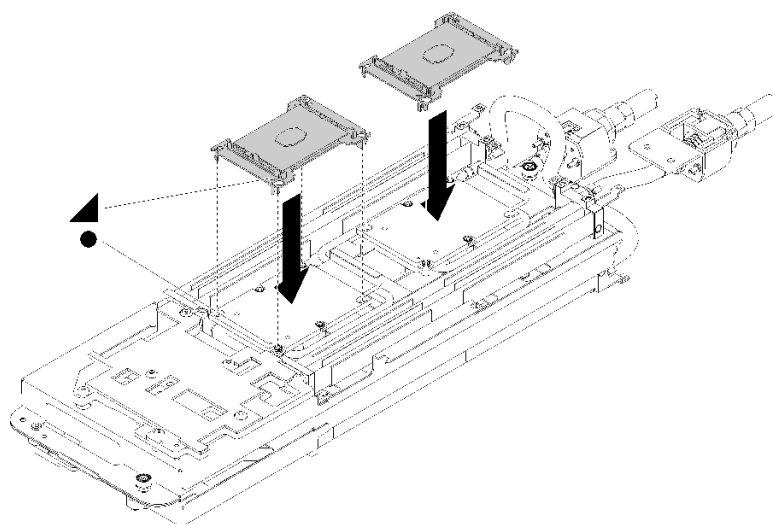


図 184. プロセッサの取り付け

- a. プロセッサ保持器具の三角マークをウォーター・ループの冷却プレートの下面のガイド穴に合わせます。プロセッサ保持器具のポストとクリップを冷却プレートの四隅の開口部に挿入して、プロセッサをウォーター・ループの冷却プレートの下面に取り付けます。
- b. プロセッサ・ソケット・カバーがプロセッサ・ソケットに取り付けられている場合は、カバーの両端の半円に指を置いて冷却プレートから持ち上げ、カバーを取り外します。
- c. プロセッサに IFT コネクターがある場合は、IFT ケーブルが正しく配線され接続されていることを確認します。24 ページの「内部ケーブルの配線」を参照してください。

ステップ 3. ウォーター・ループを折りたたみます。

- a. ウォーター・ループの上側を慎重に回転させます。
- b. 図のように、クイック接続をトレイの開口部に慎重に挿入します。
- c. ウォーター・ループ・キャリアを M.2 のバックプレーン・プレーンの上に下ろして配置します。次に、プロセッサ・ソケットのガイド・ピンがウォーター・ループの冷却プレートに正しく取り付けられていることを確認します。
- d. ウォーター・ループの反対側を静かに置き、システム・ボードにしっかりと固定されていることを確認します。

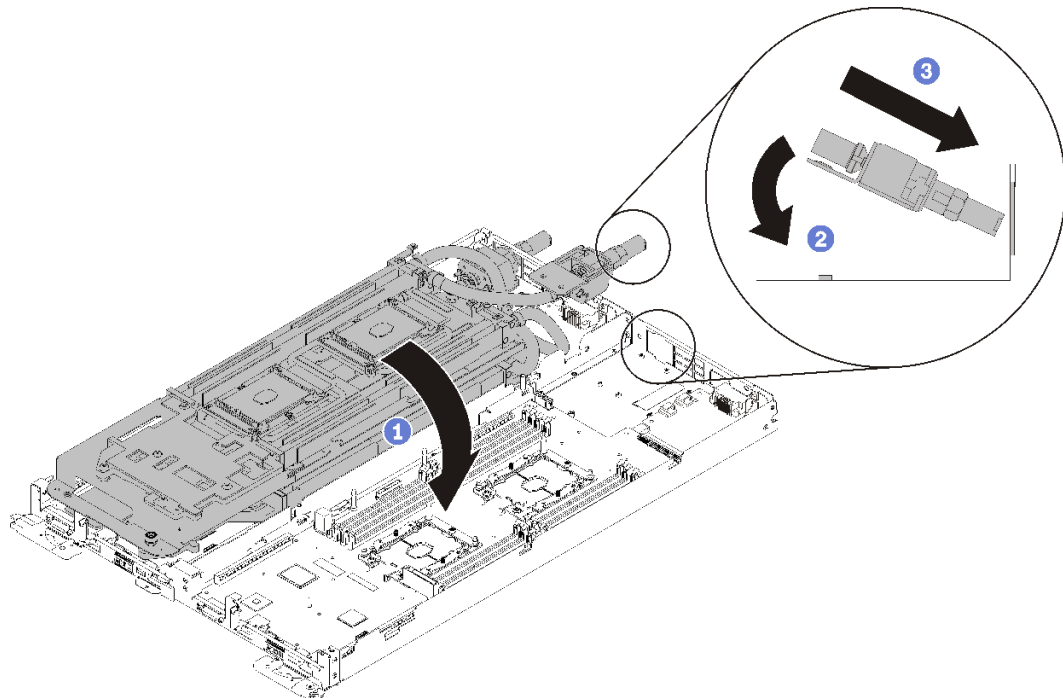


図 185. ウォーター・ループの取り付け

- e. 2つのクイック接続を接続します。
- f. ウォーター・ループを固定し、15本の Torx T10 ねじを注意深く挿入してトレイにすばやく接続します。

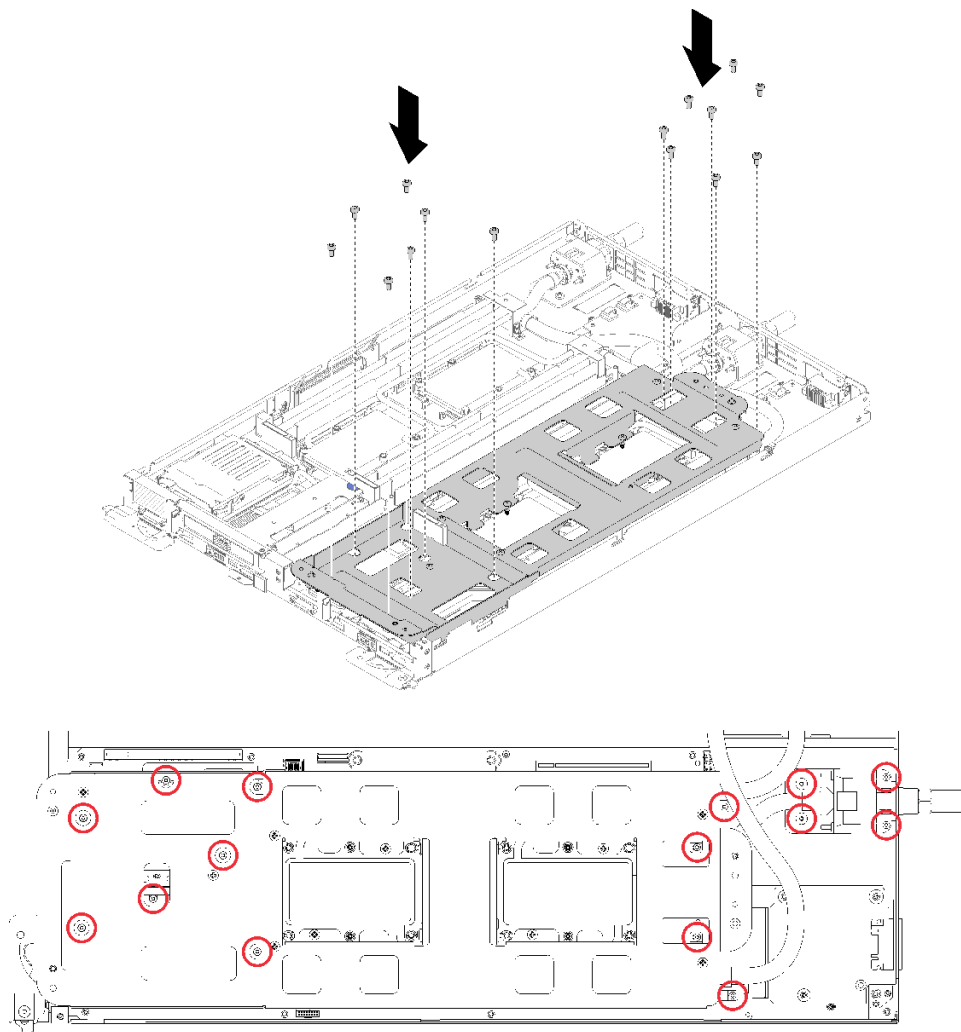


図 186. シルバー T10 ねじの取り付け

- g. ウォーター・ループ・キャリアのねじを緩めます (ノードあたり 10x P2 ねじ)。

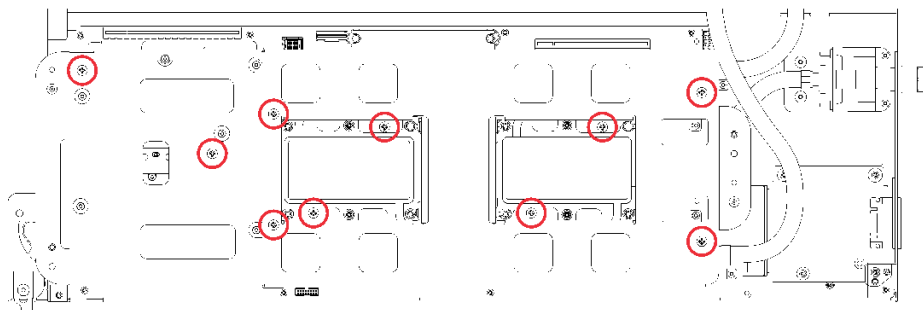
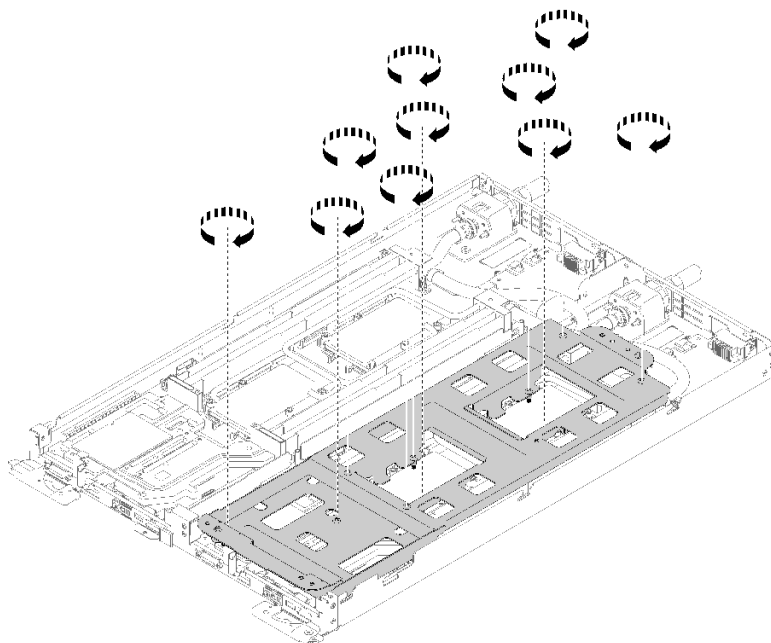


図 187. 拘束 P2 ねじを緩める

- h. ラベルに示されている取り付け順序で Torx T30 拘束ファスナーを完全に締めます。停止するところまで、ねじを締めます。(参考までに、きつく締めるためにナットに必要なトルクは 1.4 から 1.6 ニュートン・メートル、12 から 14 インチ・ポンドです)。

**注意：**コンポーネントの損傷を避けるために、示されたとおりの順序に従って締めてください。



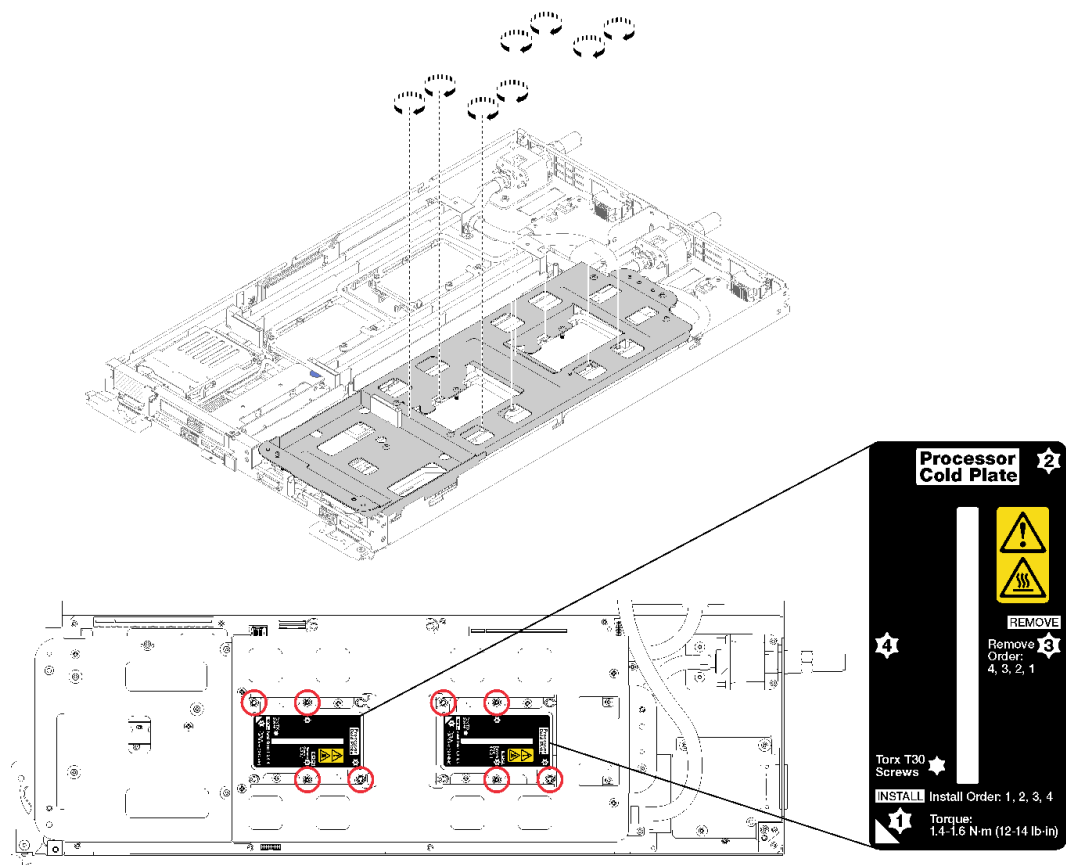


図188. ねじを締める

プロセッサをインストールした後:

1. ウォーター・ループ・キャリアを慎重に上に持ち上げ、ウォーター・ループから離します。

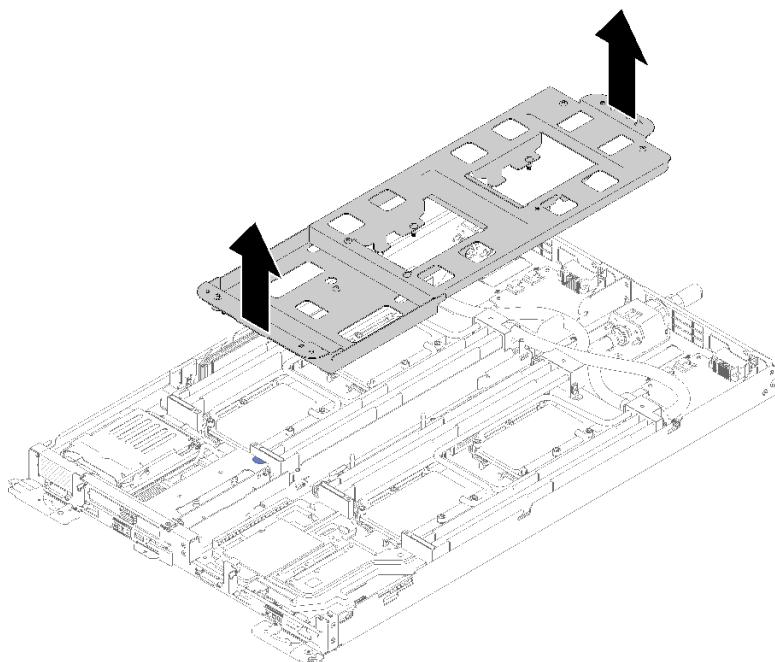


図 189. ウォーター・ループ・キャリアの取り外し

2. 両方のノードの 4 つの DIMM カバーと DIMM をすべて再取り付けします (133 ページの「DIMM の取り付け」を参照)。
3. 両方のノードの M.2 バックプレーンを再取り付けします (150 ページの「M.2 バックプレーンの取り付け」を参照)。
4. 該当する場合は、ドライブ・ケージ・アセンブリーを再取り付けします (144 ページの「ドライブ・ケージ・アセンブリーの取り付け」を参照)。
5. 該当する場合は、PCIe ライザー・アセンブリーを再取り付けします (構成に応じて、157 ページの「アダプターの取り付け」または 163 ページの「Internal Faceplate Transition (IFT) アダプターの取り付け」を参照)。
6. 両方のエアー・バッフルを再取り付けします。

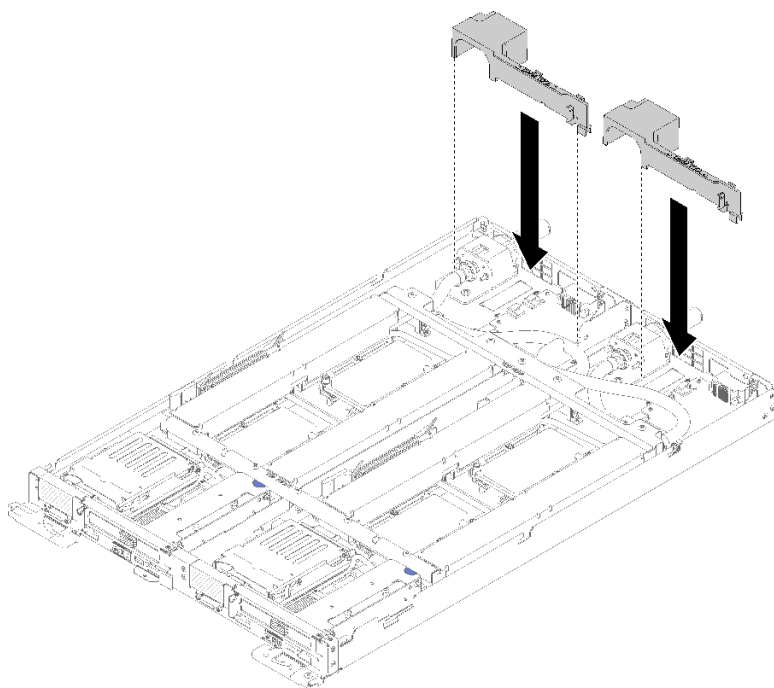


図 190. エア・バッフルの取り付け

7. 前面と背面のクロス・ブレース (10x P2 ねじ) を再取り付けします。

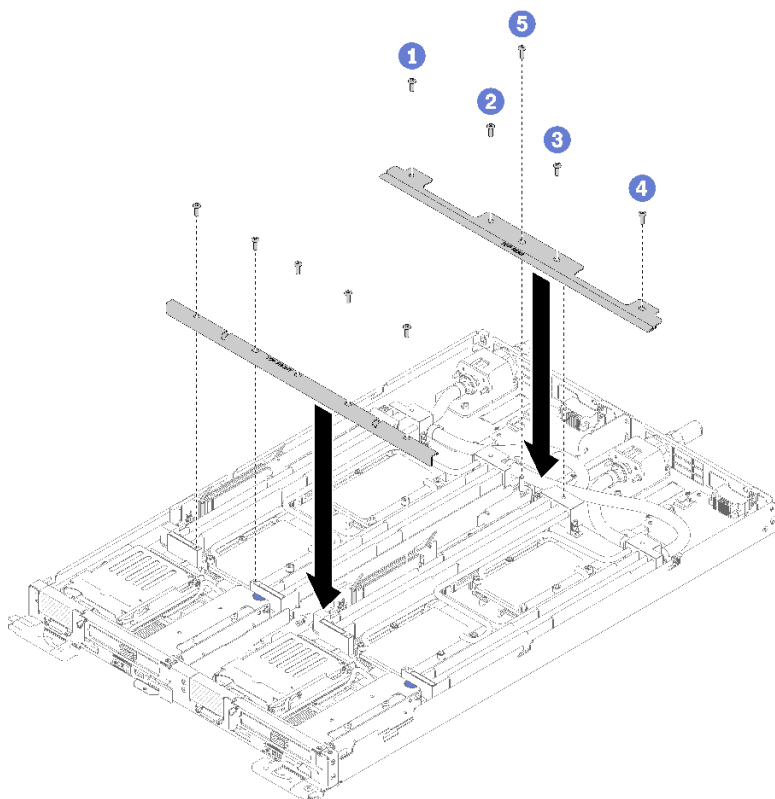


図 191. クロス・ブレースの取り付け

8. トレイ・カバーを再び取り付けます (220 ページの「トレイ・カバーの取り付け」を参照)。
9. トレイを再び取り付けます (255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照)。
10. 各ノードの電源 LED をチェックし、高速の点滅から低速の点滅に変わり、両方のノードの電源をオンにする準備ができていることを示していることを確認します。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## システム・ボードの交換

システム・ボードの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

**重要：**システム・ボードを返却する前に、必ず新しいシステム・ボードから CPU ソケットのダスト・カバーを取り付けてください。CPU ソケット・ダスト・カバーを交換するには:

1. 新しいシステム・ボードの CPU ソケット・アセンブリーからダスト・カバーを取り、取り外したシステム・ボードの CPU ソケット・アセンブリーの上で方向を正しく合わせます。
2. ソケットのピンが損傷しないように端を押して、ダスト・カバーの足を慎重に CPU ソケット・アセンブリーに押し込みます。ダスト・カバーがしっかりと取り付けられると、カチッという音がします。
3. ダスト・カバーがしっかりと CPU ソケット・アセンブリーに取り付けられていることを確認してください。

## システム・ボードの取り外し

システム・ボードを取り外すには、この情報を使用します。



電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能な限り片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

注意：ウォーター・ループの損傷を避けるために、ウォーター・ループの取り外し、取り付け、または折り畳みを行うときは、必ずウォーター・ループ・キャリアを使用してください。

システム・ボードを取り外す前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. タスクを実行しようとしている対応する DWC トレイ の電源をオフにします。
3. トレイを取り外します ([253 ページの「エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し」](#)を参照)。
4. トレイ・カバーを取り外します ([219 ページの「トレイ・カバーの取り外し」](#)を参照)。
5. 両方のエアー・バッフルを取り外します。

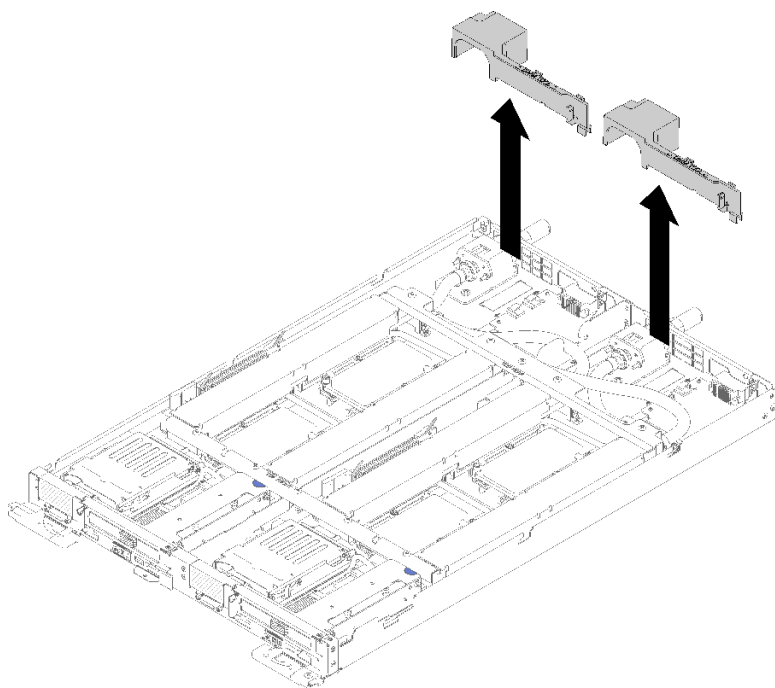


図 192. エアー・バッフルの取り外し

6. 前面と背面のクロス・ブレース (10x P2 ねじ) を取り外します。

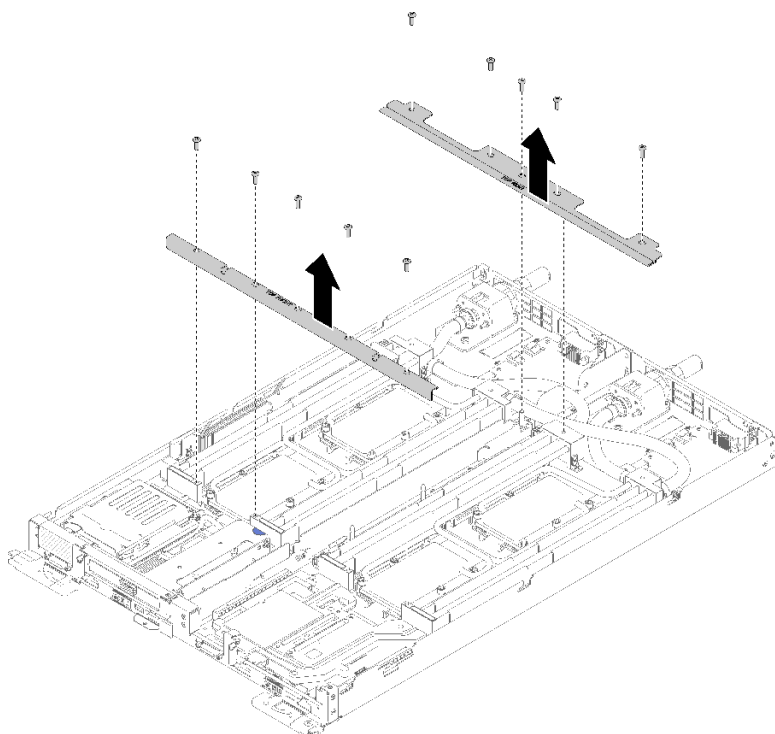


図 193. クロス・ブレースの取り外し

7. 両方のノードの4つの DIMM カバーと DIMM をすべて取り外します (130 ページの「DIMM の取り外し」を参照)。
8. 両方のノードの M.2 バックプレーンを取り外します (148 ページの「M.2 バックプレーンの取り外し」を参照)。
9. ノードのドライブ・ケージ・アセンブリーを取り外します (142 ページの「ドライブ・ケージ・アセンブリーの取り外し」を参照)。
10. 該当する場合は、ノードの PCIe ライザー・アセンブリーを取り外します (構成に応じて、155 ページの「アダプターの取り外し」または 161 ページの「Internal Faceplate Transition (IFT) アダプターの取り外し」を参照)。
11. ウォーター・ループを折りたたみます。
  - a. 2つの M.2 バックプレーン・ガイド・ピンを使用して、ウォーター・ループ・キャリアの向きを合わせます。次に、ウォーター・ループ・キャリアをゆっくりと下に置き、ウォーター・ループにしっかりと固定されていることを確認します。

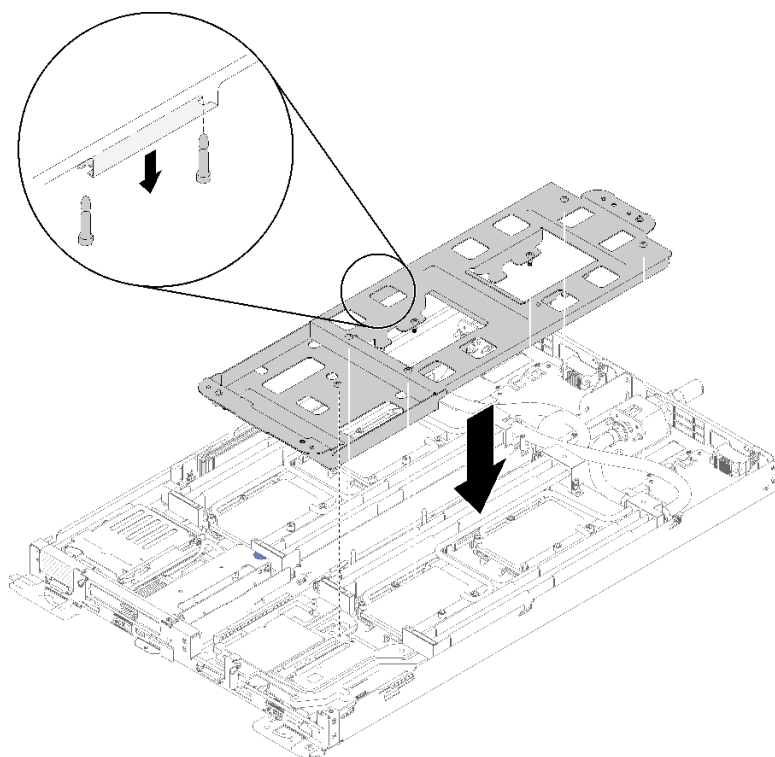


図194. ウォーター・ループ・キャリアの取り付け

- b. ウォーター・ループのねじ (ノードあたり 15x シルバー Torx T10 ねじ) を取り外します。

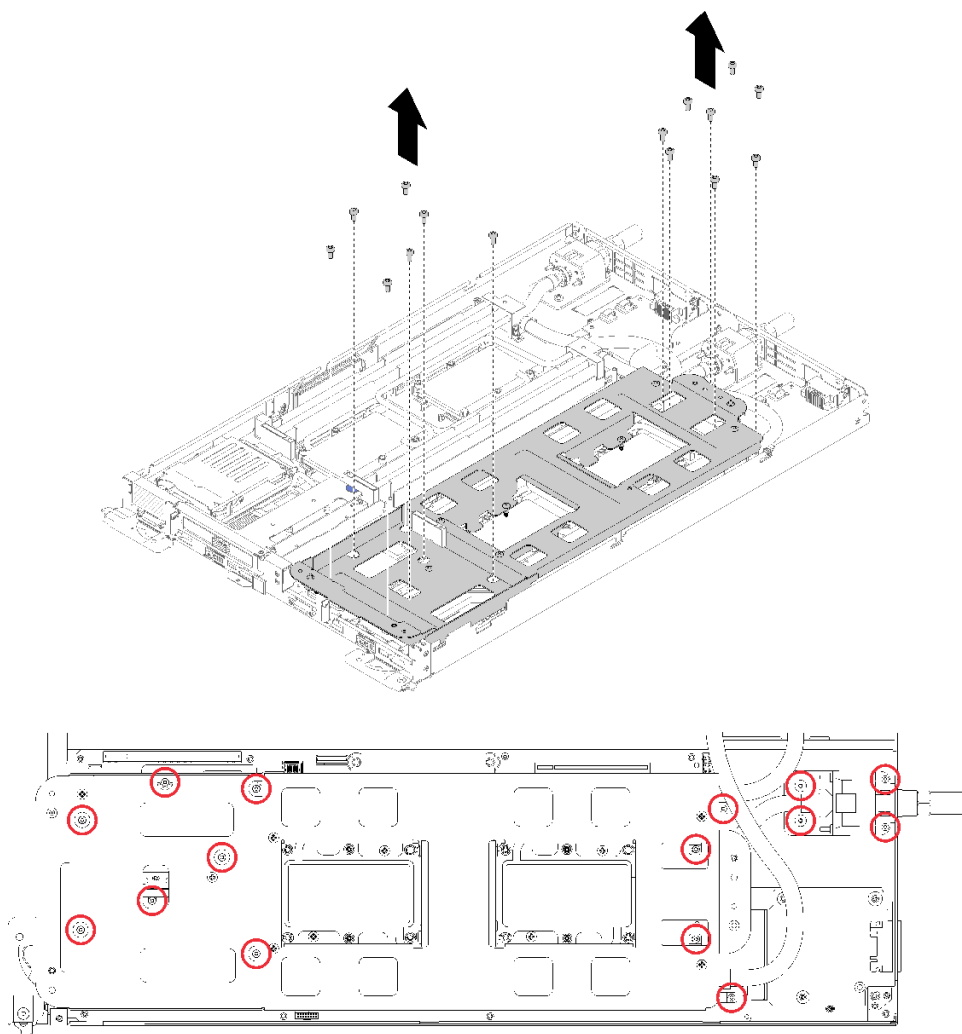


図 195. シルバー T10 ねじの取り外し

- c. 冷却プレートのラベルに示されている取り外し順序で、すべての Torx T30 拘束ファスナー (ノードあたり 8x Torx T30 拘束ファスナー) を冷却プレートで緩めます。

注意：コンポーネントの損傷を避けるために、示されたとおり順序に従って緩めてください。



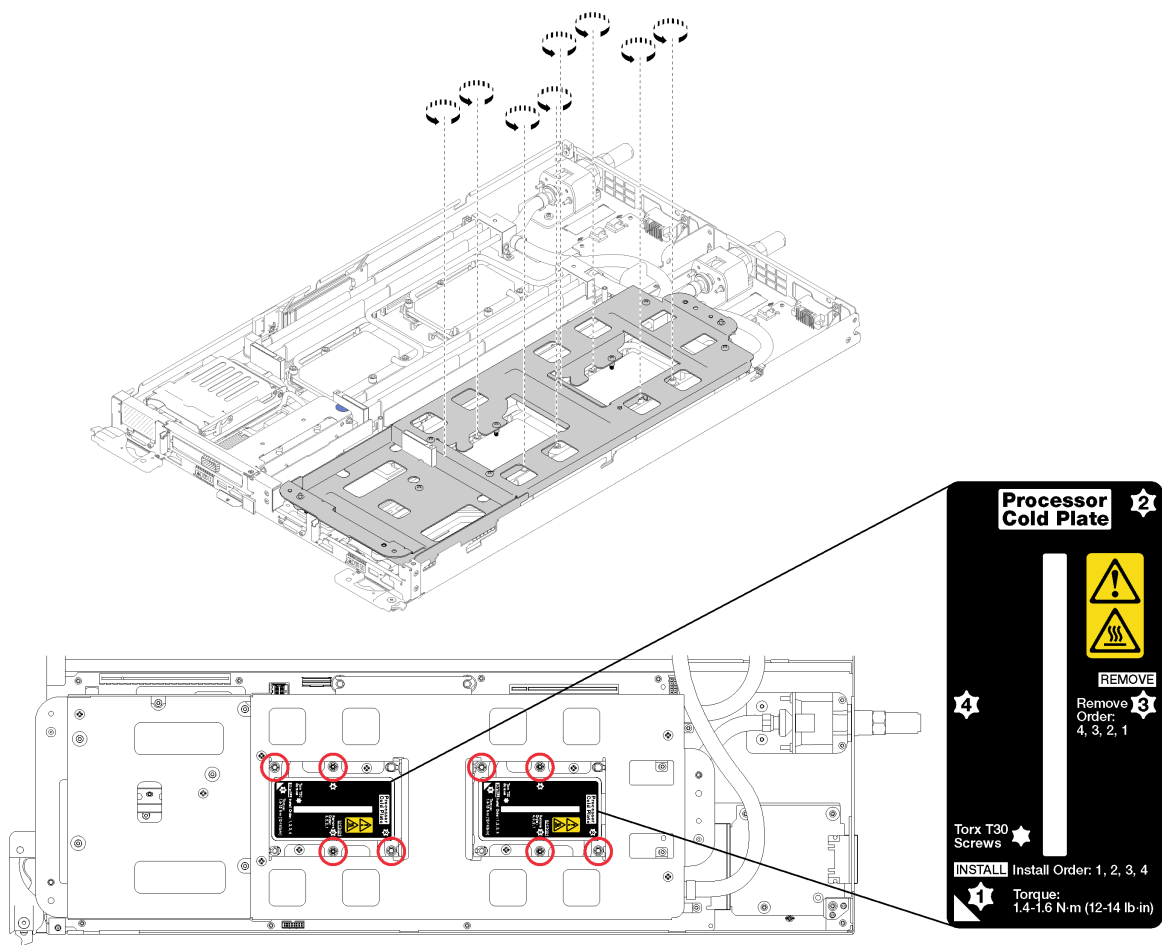


図 196. Torx T30 拘束ファスナーを緩める

- d. ウォーター・ループ・キャリアのねじを締めます (ノードあたり 10x P2 ねじ)。

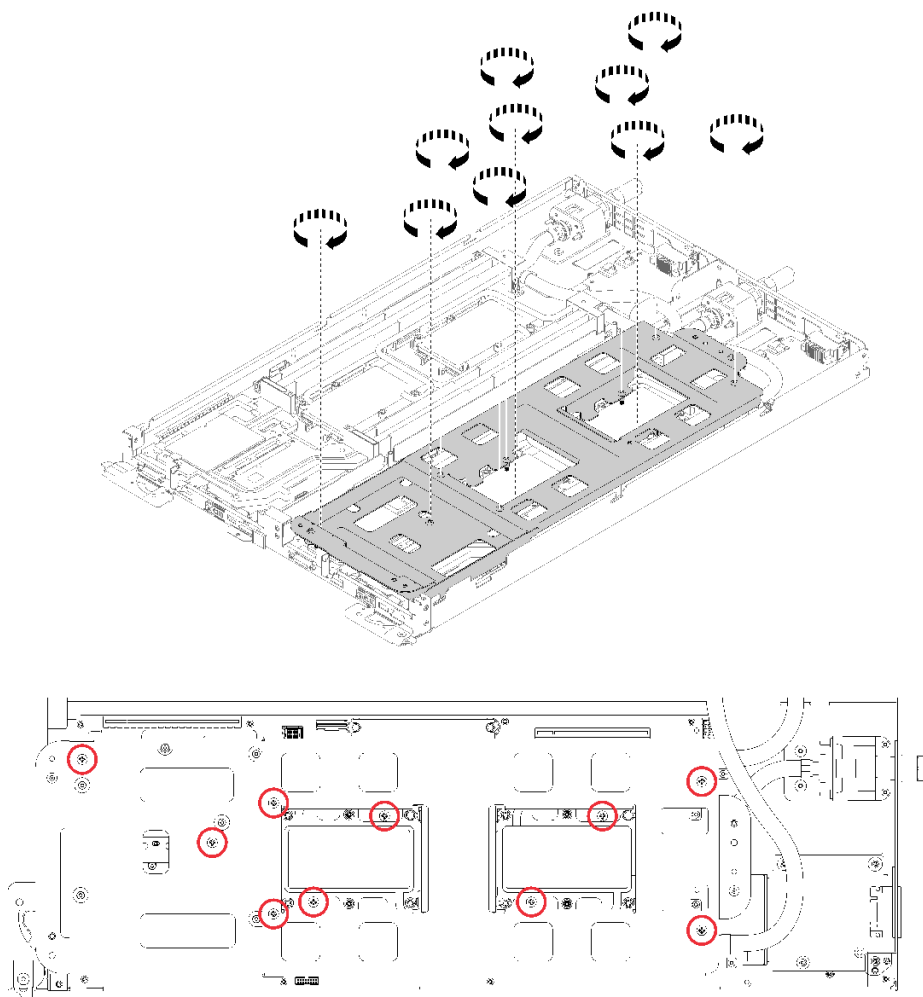


図 197. 拘束 P2 ねじを締める

- e. ウォーター・ループを折りたたみます。
- 1) ウォーター・ループをシステム・ボードから慎重に持ち上げ、4つのアライメント・ポストからクイック・コネクタを外し、クイック・コネクタをトレイの背面の開口部から引き出します。
  - 2) 慎重にウォーター・ループを回転させて、一方の半分が他方の半分の上に乗るようにします。

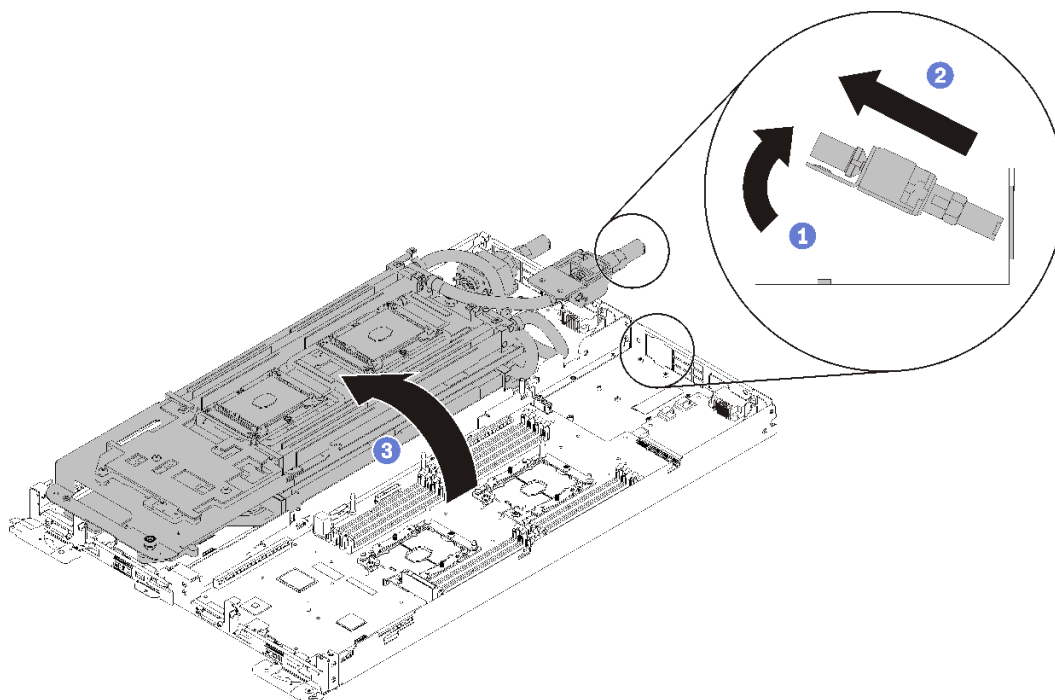


図 198. ウォーター・ループを折りたたむ

12. 分電盤の取り外し (167 ページの「分電盤の取り外し」を参照)。
13. 空のベゼル・フィラーを取り外します。

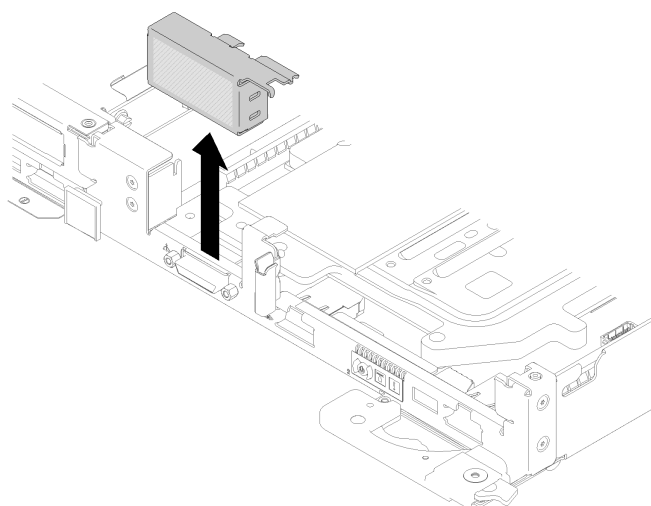


図 199. 空のベゼル・フィラーの取り外し

システム・ボードを取り外すには、以下の手順を実行してください。

ステップ 1. 次のねじを取り外します。

- システム・ボードのノードごとの 8 本黒い Torx T10 ねじ。
- ノード前面の 2 本の 3/16 " 六角ねじ。

注：3/16 インチの六角ヘッド・ドライバーを使用して正しく取り外してください。

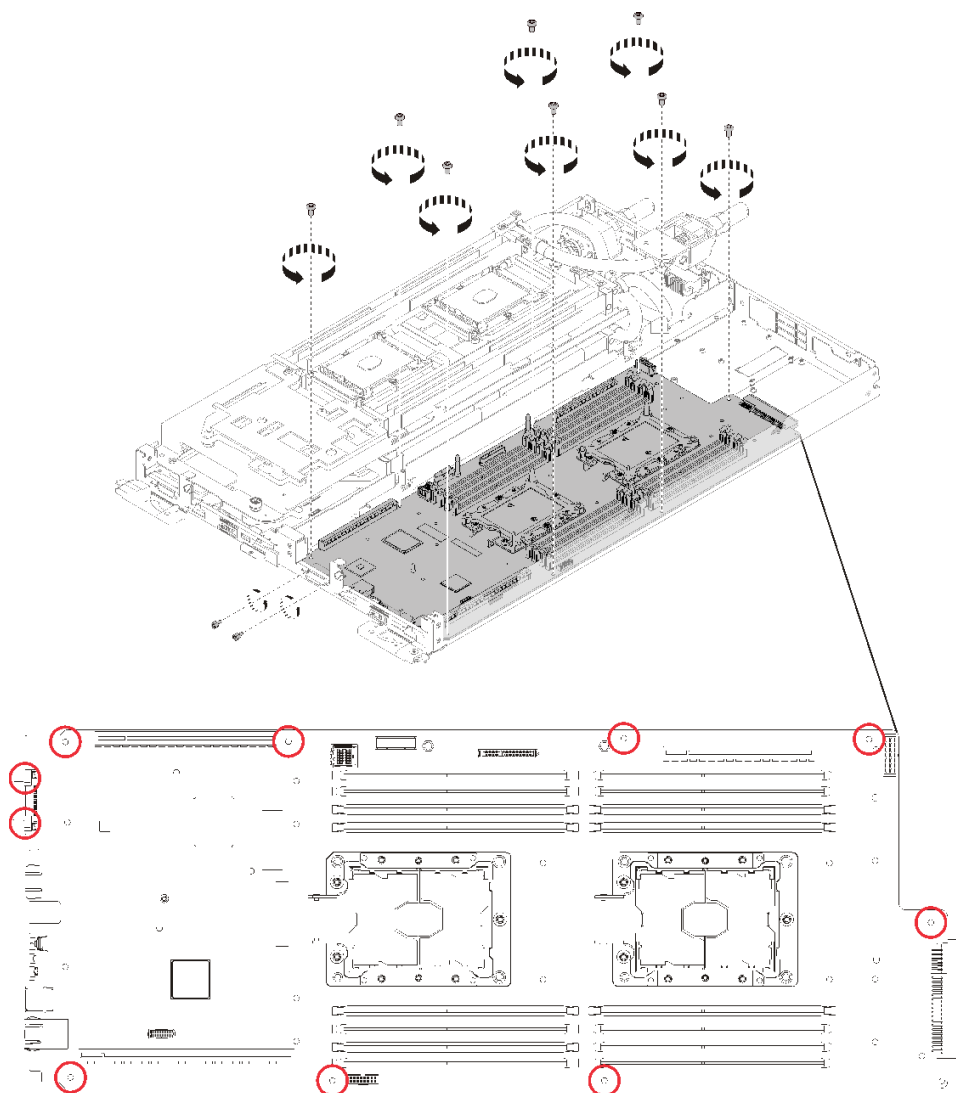


図200. ねじの取り外し

ステップ2. システム・ボードを取り外します。

- 前面のイーサネット・コネクタを慎重に持ち、システム・ボードを傾けます。
- システム・ボードをゆっくりと後方にスライドさせます。
- ノードからシステム・ボードを慎重に持ち上げて取り外します。

注：ノードからシステム・ボードを取り外すときは、システム・ボード上のコネクタに触れないでください。ノード内部の周辺コンポーネントに損傷を与えないように注意してください。

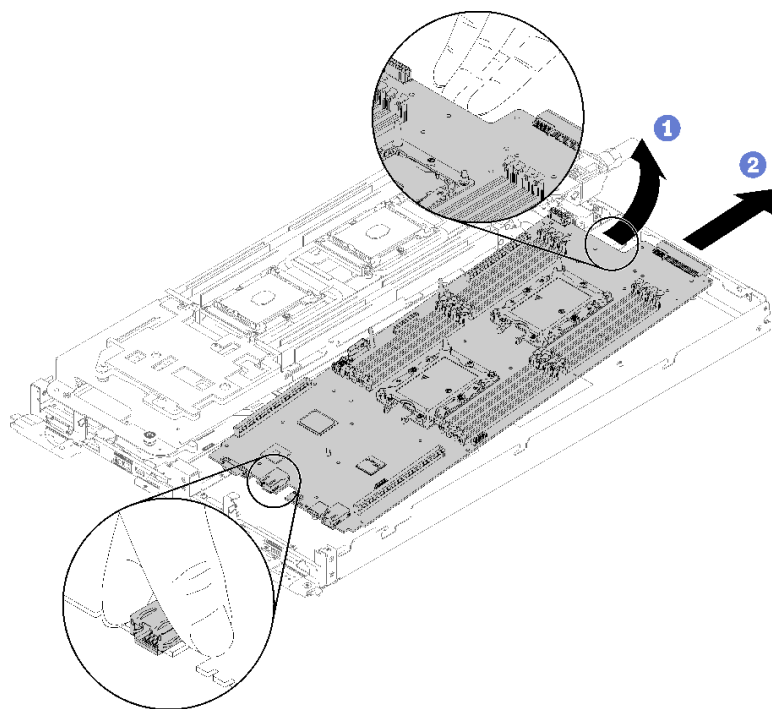


図 201. システム・ボードの取り外し

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

**重要：**システム・ボードを返却する前に、新しいシステム・ボードから取り外した CPU ソケット・ダスト・カバーを取り付けてください。CPU ソケット・ダスト・カバーを交換するには：

1. 新しいシステム・ボードの CPU ソケット・アセンブリーからダスト・カバーを取り、取り外したシステム・ボードの CPU ソケット・アセンブリーの上で方向を正しく合わせます。
2. ソケットのピンが損傷しないように端を押して、ダスト・カバーの足を慎重に CPU ソケット・アセンブリーに押し込みます。ダスト・カバーがしっかりと取り付けられると、カチッという音がします。
3. ダスト・カバーがしっかりと CPU ソケット・アセンブリーに取り付けられていることを確認してください。

デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## システム・ボードの取り付け

システム・ボードを取り付けるには、この情報を使用します。

**S001**





## 危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。  
感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- すべての電源コードは、正しく配線され接地された電源コンセントまたは電源に接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置は、正しく配線されたコンセントまたは電源に接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- デバイスに複数の電源コードが使用されている場合があるので、デバイスから完全に電気を取り除くため、すべての電源コードが電源から切り離されていることを確認してください。

注意：ウォーター・ループの損傷を避けるために、ウォーター・ループの取り外し、取り付け、または折り畳みを行うときは、必ずウォーター・ループ・キャリアを使用してください。

システム・ボードを取り付ける前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。

システム・ボードを取り外すには、以下の手順を実行してください。

ステップ 1. システム・ボードを取り付けます。

- a. 前面のイーサネット・コネクタを慎重に持ち、システム・ボードを傾けます。
- b. イーサネット・コネクタを穴に合わせ、システム・ボードをゆっくりと前方にスライドさせます。
- c. ノードにシステム・ボードを慎重に挿入します。

注：ノードからシステム・ボードを取り付けるときは、システム・ボード上のコネクタに触れないでください。ノード内部の周辺コンポーネントに損傷を与えないように注意してください。

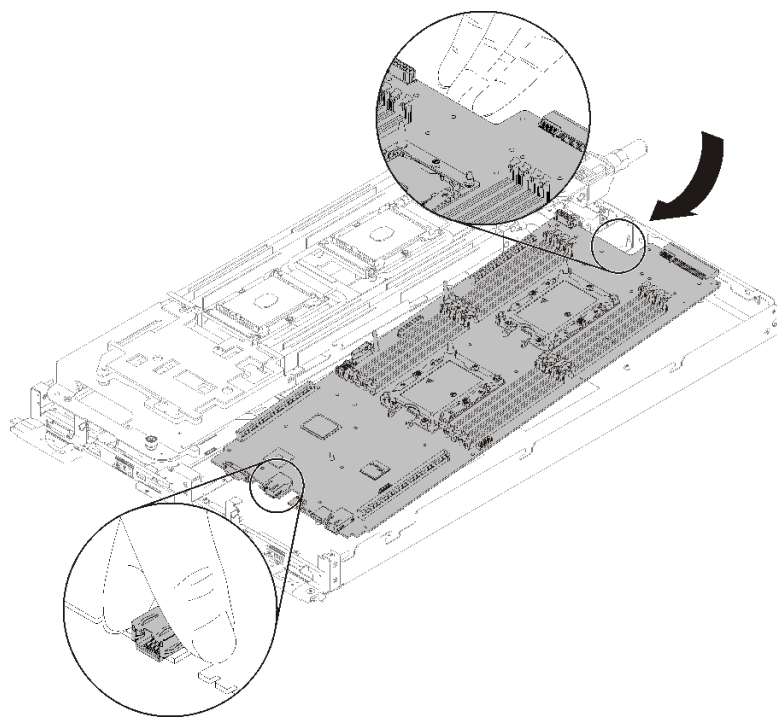


図 202. システム・ボードの取り付け

ステップ 2. 以下のねじを締めます。

- システム・ボードのノードごとの 8 本黒い Torx T10 ねじ。
- ノード前面の 2 本の 3/16 " 六角ねじ。

注：3/16 インチの六角ヘッド・ドライバーを使用して正しく取り付けてください。

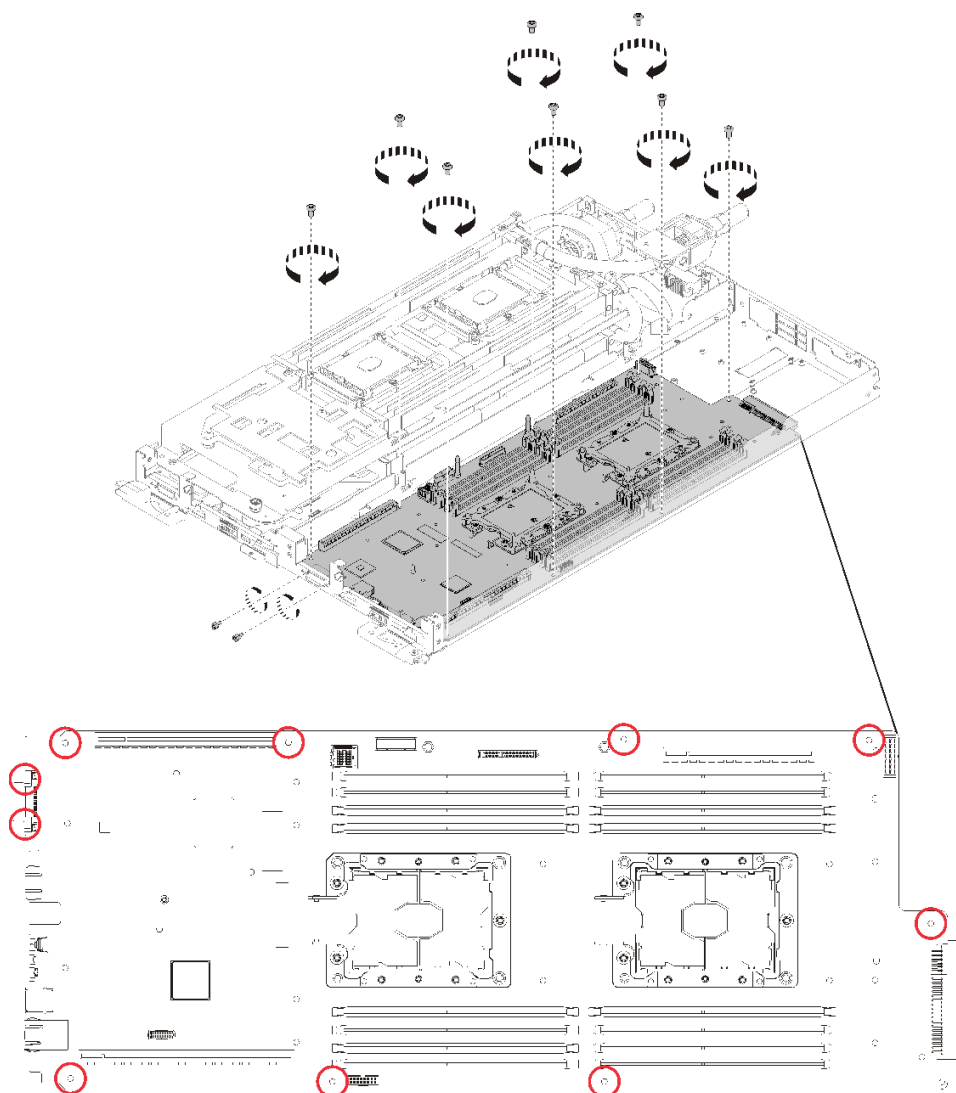


図 203. ねじの取り付け

システム・ボードを取り付けた後、以下のステップを実行します。

1. 空のベゼル・フィラーを再取り付けします。



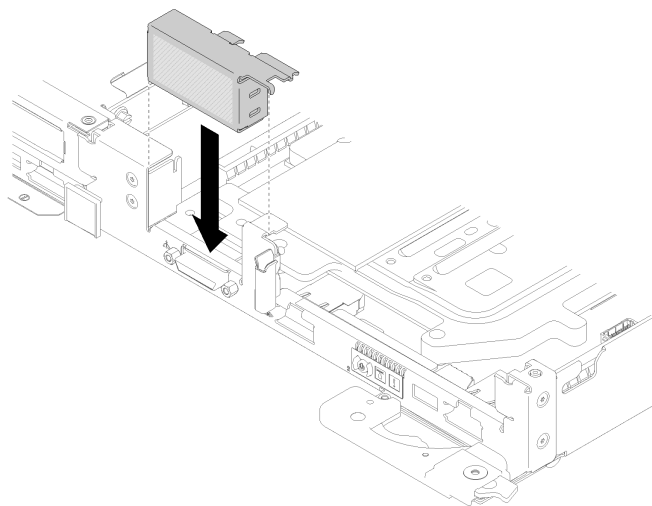


図 204. 空のベゼル・フィラーの取り付け

2. 分電盤ボードを再取り付けします (169 ページの「分電盤の取り付け」を参照)
3. ウォーター・ループを再び取り付けます。
  - a. ウォーター・ループの上側を慎重に回転させます。
  - b. 図のように、クイック接続をトレイの開口部に慎重に挿入します。
  - c. ウォーター・ループ・キャリアを M.2 のバックプレーン・プレーンの上を下ろして配置します。次に、プロセッサ・ソケットのガイド・ピンがウォーター・ループの冷却プレートの穴に正しく取り付けられていることを確認します。
  - d. ウォーター・ループの反対側を静かに置き、システム・ボードにしっかりと固定されていることを確認します。

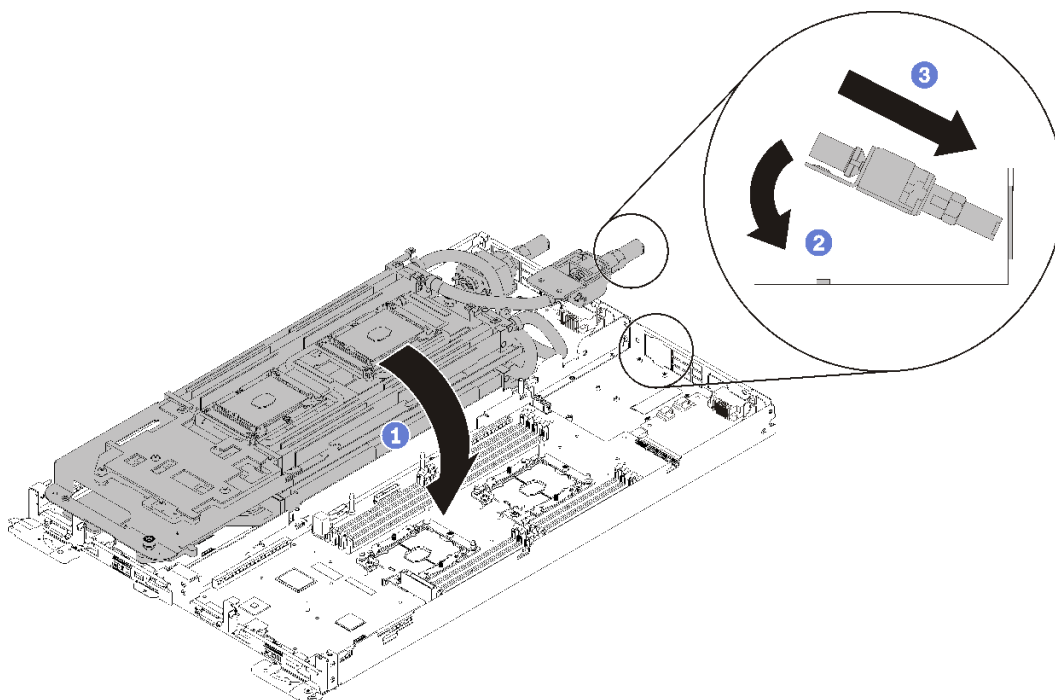


図 205. ウォーター・ループの取り付け

- e. 2つのクイック接続を接続します。
- f. ウォーター・ループを固定し、15本のTorx T10ねじを注意深く挿入してトレイにすばやく接続します。

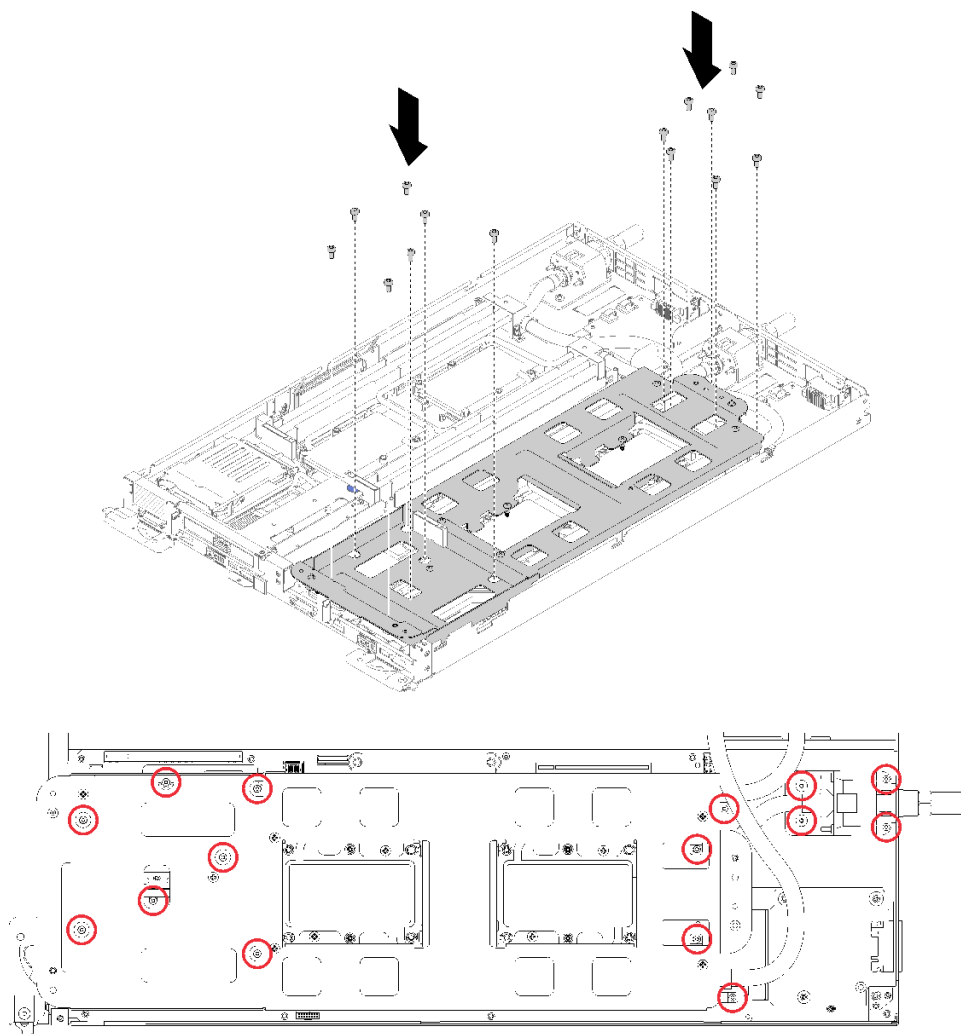


図 206. シルバー T10 ねじの取り付け

- g. ウォーター・ループ・キャリアのねじを緩めます (ノードあたり 10x P2 ねじ)。

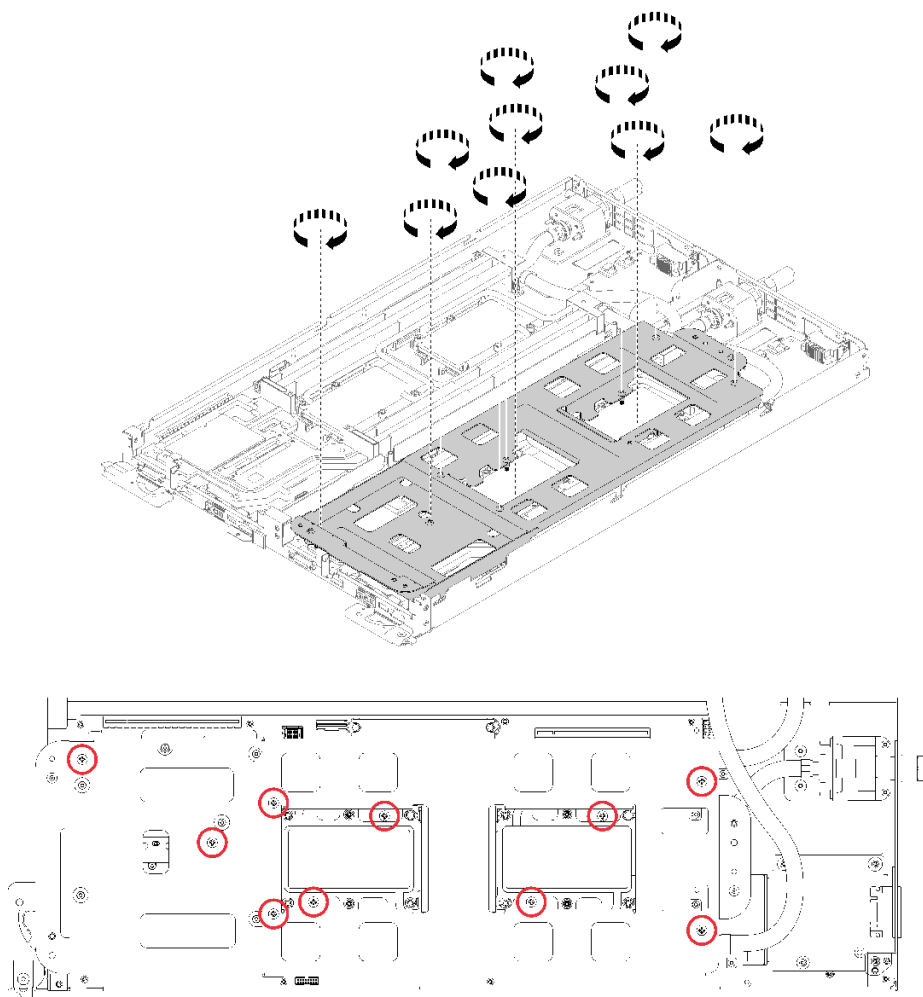


図 207. 拘束 P2 ねじを緩める

- h. 冷却プレートのラベルに示されている取り付け順序で、すべての Torx T30 拘束ファスナー (ノードあたり 8x Torx T30 拘束ファスナー) を冷却プレートで完全に締めます。

注意：コンポーネントの損傷を避けるために、示されたとおりの順序に従って締めてください。

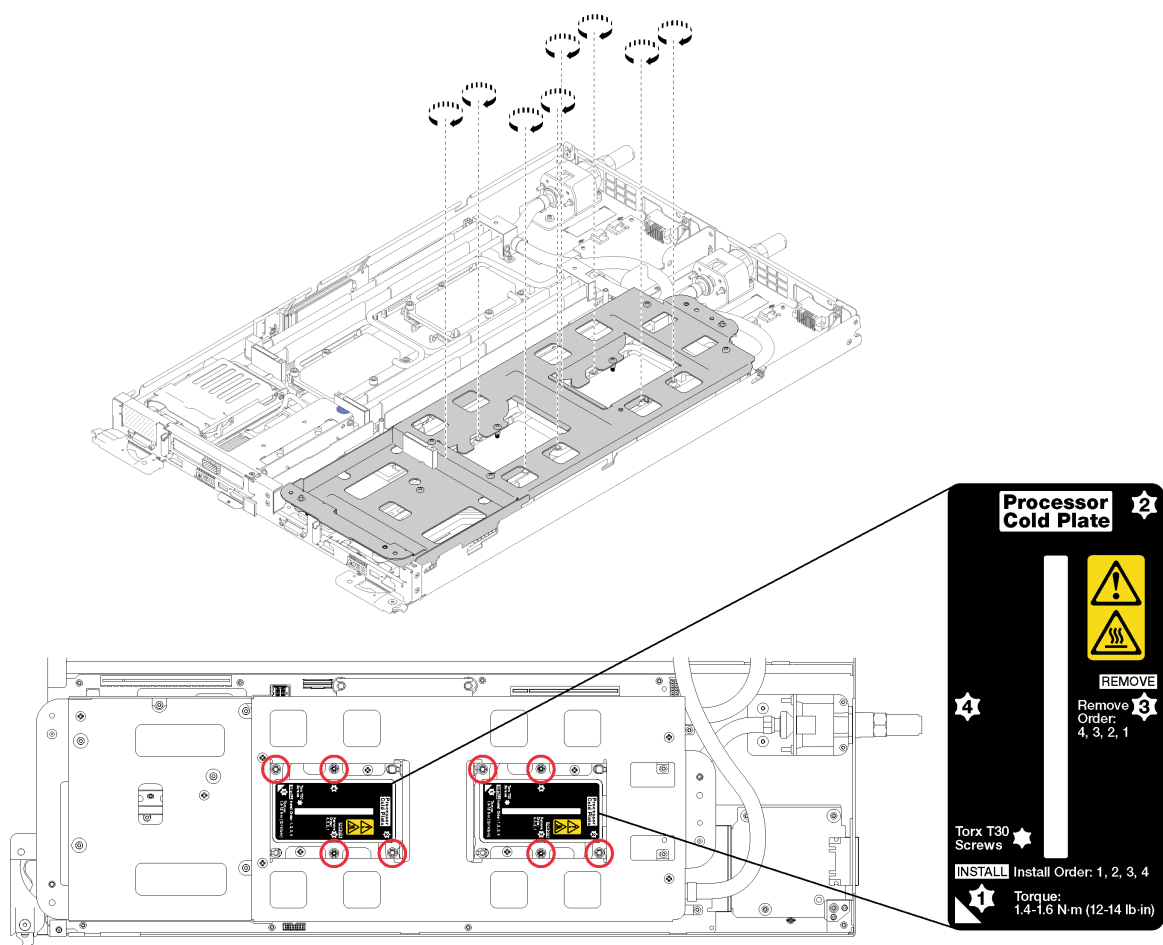


図 208. ねじを締める

- i. ウォーター・ループ・キャリアを慎重に上に持ち上げ、ウォーター・ループから離します。

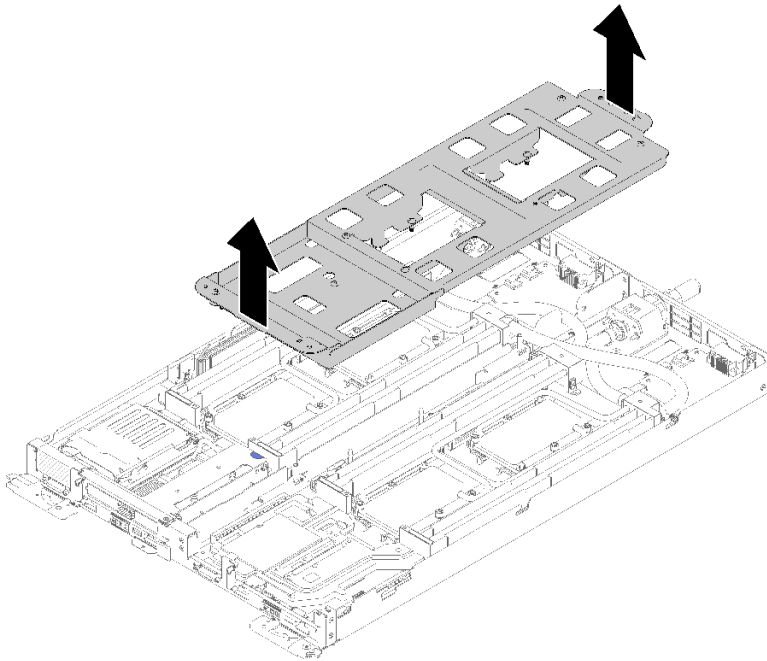


図 209. ウォーター・ループ・キャリアの取り外し

4. 両方のノードの 4 つの DIMM カバーと DIMM をすべて再取り付けします (133 ページの「DIMM の取り付け」を参照)。
5. 両方のノードの M.2 バックプレーンを再取り付けします (150 ページの「M.2 バックプレーンの取り付け」を参照)。
6. 該当する場合は、ドライブ・ケージ・アセンブリーを再取り付けします (144 ページの「ドライブ・ケージ・アセンブリーの取り付け」を参照)。
7. 該当する場合は、PCIe ライザー・アセンブリーを再取り付けします (構成に応じて、157 ページの「アダプターの取り付け」または 163 ページの「Internal Faceplate Transition (IFT) アダプターの取り付け」を参照)。
8. 両方のエアー・バッフルを再取り付けします。

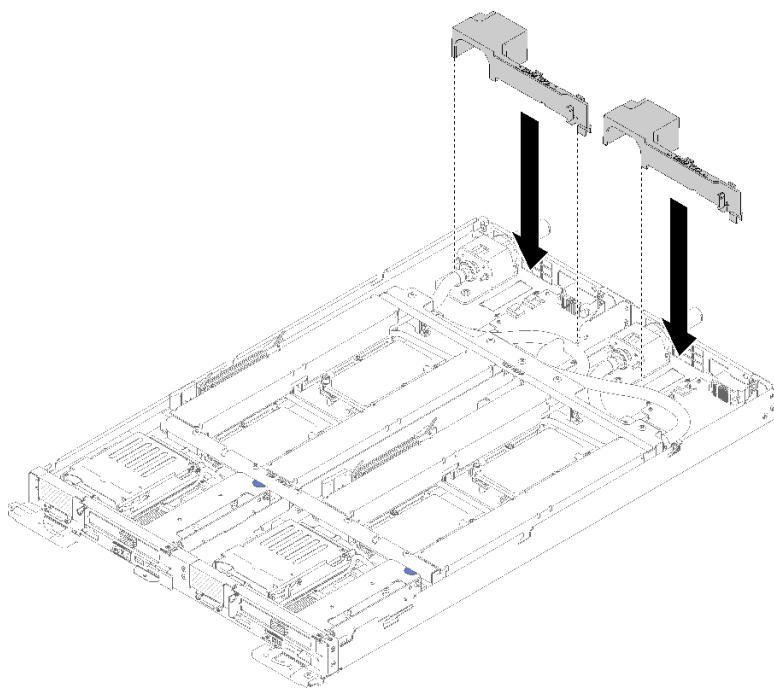


図 210. エア・バッフルの取り付け

9. 前面と背面のクロス・ブレース (10x P2 ねじ) を再取り付けします。

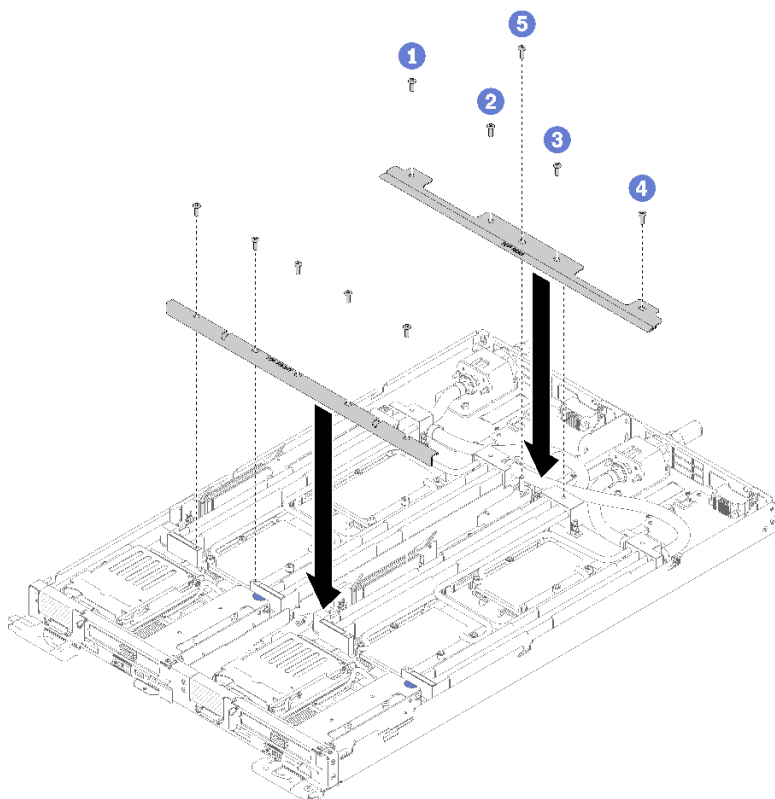


図211. クロス・ブレースの取り付け

10. トレイ・カバーを再び取り付けます (220 ページの「トレイ・カバーの取り付け」を参照)。
11. トレイを再び取り付けます (255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照)。
12. 各ノードの電源 LED をチェックし、高速の点滅から低速の点滅に変わり、両方のノードの電源をオンにする準備ができていていることを示していることを確認します。
13. マシン・タイプとシリアル番号を新しい重要プロダクト・データ (VPD) で更新します。マシン・タイプとシリアル番号を更新するには、Lenovo XClarity Provisioning Manager を使用します。212 ページの「マシン・タイプおよびシリアル番号の更新」を参照してください。
14. TPM/TCM を有効にします。214 ページの「TPM/TCM の有効化」を参照してください。
15. オプションでセキュア・ブートを有効にします。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## マシン・タイプおよびシリアル番号の更新

トレーニングを受けたサービス技術員がシステム・ボードを交換した後、マシン・タイプおよびシリアル番号を更新する必要があります。

マシン・タイプとシリアル番号を更新するには、次の 2 つの方法があります。

- Lenovo XClarity Provisioning Manager から

Lenovo XClarity Provisioning Manager からマシン・タイプおよびシリアル番号を更新するには、次の手順を実行します。



1. サーバーを起動して、画面の指示に従ってキーを押し、Lenovo XClarity Provisioning Manager インターフェースを表示します。
2. 始動管理者パスワードが必要な場合は、パスワードを入力します。
3. 「システムの要約」ページで「VPD の更新」をクリックします。
4. マシン・タイプおよびシリアル番号を更新します。

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI から

Lenovo XClarity Essentials OneCLI により、Lenovo XClarity Controller でマシン・タイプとシリアル番号が設定されます。以下のいずれかの方法を選択して Lenovo XClarity Controller にアクセスし、マシン・タイプとシリアル番号を設定します。

- ターゲット・システムから操作 (LAN またはキーボード・コンソール・スタイル (KCS) のアクセスなど)
- ターゲット・システムへのリモート・アクセス (TCP/IP ベース)

Lenovo XClarity Essentials OneCLI からマシン・タイプおよびシリアル番号を更新するには、次の手順を実行します。

1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI をダウンロードしてインストールします。

Lenovo XClarity Essentials OneCLI をダウンロードするには、次のサイトにアクセスします。

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. OneCLI パッケージ (他の必要なファイルも含まれています) をサーバーにコピーし、解凍します。OneCLI と必要なファイルを必ず同じディレクトリーに解凍してください。
3. Lenovo XClarity Essentials OneCLI を配置した後で、以下のコマンドを入力してマシン・タイプとシリアル番号を設定します。

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]
```

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]
```

ここで、それぞれ以下の意味があります。

**<m/t\_model>**

サーバーのマシン・タイプおよび型式番号。mtm xxxxyyy と入力してください。ここで、xxx はマシン・タイプ、yyy はサーバー・モデルの番号です。

**<s/n>**

サーバーのシリアル番号。sn zzzzzzz と入力します。ここで、zzzzzz はシリアル番号です。

**[access\_method]**

以下の方式からユーザーが選択したアクセス方式。

- オンライン認証 LAN アクセスの場合、次のコマンドを入力します。

```
[--bmc-username xcc_user_id --bmc-password xcc_password]
```

ここで、それぞれ以下の意味があります。

**xcc\_user\_id**

BMC/IMM/XCC アカウント名 (12 アカウントのうちの 1 つ)。デフォルト値は USERID です。

**xcc\_password**

BMC/IMM/XCC アカウントのパスワード (12 アカウントのうちの 1 つ)。

コマンドの例は次の通りです。

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> --bmc-username xcc_user_id
--bmc-password xcc_password
```

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> --bmc-username xcc_user_id  
--bmc-password xcc_password
```

- オンライン KCS アクセス (非認証およびユーザー制限付き) の場合:  
このアクセス方式を使用する場合は、*access\_method* の値を指定する必要はありません。  
コマンドの例は次の通りです。

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>  
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>
```

注：KCS アクセス方式では、IPMI/KCS インターフェースを使用します。これには IPMI ドライバーがインストールされている必要があります。

- リモート LAN アクセスの場合、次のコマンドを入力します。

```
[--bmc xcc_user_id:xcc_password@xcc_external_ip]
```

ここで、それぞれ以下の意味があります。

#### *xcc\_external\_ip*

BMC/IMM/XCC IP アドレス。デフォルト値はありません。このパラメーターは必須です。

#### *xcc\_user\_id*

BMC/IMM/XCC アカウント (12 アカウントのうちの 1 つ)。デフォルト値は USERID です。

#### *xcc\_password*

BMC/IMM/XCC アカウントのパスワード (12 アカウントのうちの 1 つ)。

注：BMC、IMM、または XCC の内部 LAN/USB IP アドレス、アカウント名、およびパスワードは、すべてこのコマンドで有効です。

コマンドの例は次の通りです:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>  
--bmc xcc_user_id:xcc_password@xcc_external_ip  
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>  
--bmc xcc_user_id:xcc_password@xcc_external_ip
```

4. Lenovo XClarity Controller を出荷時のデフォルト値にリセットします。<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「BMC の出荷時のデフォルト値へのリセット」セクションを参照してください。

## TPM/TCM の有効化

サーバーは、Trusted Platform Module (TPM)、バージョン 1.2 またはバージョン 2.0 をサポートします

注：中国本土のお客様の場合、内蔵 TPM はサポートされていません。ただし、中国本土のお客様が Trusted Cryptographic Module (TCM) アダプターまたは TPM アダプター (ドーター・カードと呼ばれることもあります) を取り付けることはできます。

システム・ボードを交換する場合は、TPM/TCM ポリシーが正しく設定されていることを確認する必要があります。

### 警告：

TPM/TCM ポリシーの設定は慎重に行ってください。正しく設定されないと、システム・ボードが使用できなくなる場合があります。

## TPM ポリシーの設定

デフォルトでは、交換用システム・ボードは TPM ポリシーが**未定義**に設定された状態で出荷されます。この設定を、交換するシステム・ボードの設定と一致するように変更する必要があります。

TPM ポリシーを設定する方法は 2 つあります。

- Lenovo XClarity Provisioning Manager から

Lenovo XClarity Provisioning Manager から TPM ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

1. サーバーを起動して、画面の指示に従ってキーを押し、Lenovo XClarity Provisioning Manager インターフェースを表示します。
2. 始動管理者パスワードが必要な場合は、パスワードを入力します。
3. 「システムの要約」ページで「VPD の更新」をクリックします。
4. ポリシーを以下の設定のいずれかに設定します。
  - **NationZ TPM 2.0 有効 - 中国のみ**。中国本土のお客さまは、NationZ TPM 2.0 アダプターを取り付ける場合はこの設定を選択する必要があります。
  - **TPM 有効 - ROW**。中国本土以外のお客さまはこの設定を選択する必要があります。
  - **永続的に無効**。中国本土にお住まいのお客さまは、TPM アダプターが取り付けられていない場合は、この設定を使用する必要があります。

注：ポリシー設定で**未定義**という設定は使用可能ですが、使用されることはありません。

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI から

注：ターゲット・システムにリモート・アクセスするには、Lenovo XClarity Controller で、ローカル IPMI ユーザーとパスワードがセットアップされている必要があることにご注意ください。

Lenovo XClarity Essentials OneCLI から TPM ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

1. TpmTcmPolicyLock を読んで、TPM\_TCM\_ポリシーがロックされているかどうかを確認してください。

```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicyLock --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

注：imm.TpmTcmPolicyLock 値は「無効」でなくてはなりません。これは、TPM\_TCM\_POLICY がロックされておらず、TPM\_TCM\_POLICY への変更が許可されることを意味します。戻りコードが「有効」の場合、ポリシーへの変更は許可されません。希望の設定が交換されるシステムに対して正しい場合は、プレーナーがまだ使用されている可能性があります。

2. TPM\_TCM\_POLICY を XCC に構成します。
  - TPM のない中国本土のお客さま、または TPM を無効にする必要があるお客さまの場合:

```
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "NeitherTpmNorTcm" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```
  - TPM を有効にする必要がある中国本土のお客さま:

```
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "NationZTPM200Only" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```
  - TPM を有効にする必要がある中国本土以外のお客さま:

```
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "TpmOnly" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```
3. reset コマンドを発行して、システムをリセットします。

```
OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```
4. 値をリードバックして、変更が承認されたかどうかを確認してください。

```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

注：

- リードバック値が一致した場合、TPM\_TCM\_POLICY が正しく設定されたことを意味します。  
imm.TpmTcmPolicy は、以下のとおり定義されます。
    - 値 0 はストリング「Undefined」を使用します。これは UNDEFINED ポリシーを意味します。
    - 値 1 はストリング「NeitherTpmNorTcm」を使用します。これは TPM\_PERM\_DISABLED を意味します。
    - 値 2 はストリング「TpmOnly」を使用します。これは TPM\_ALLOWED を意味します。
    - 値 4 はストリング「NationZTPM20Only」を使用します。これは NationZ\_TPM20\_ALLOWED を意味します。
  - OneCli/ASU コマンドを使用するとき、以下の 4 つの手順も使用して、TPM\_TCM\_POLICY を「ロック」する必要があります。
5. TpmTcmPolicyLock を読んで、TPM\_TCM\_POLICY がロックされているかどうかを確認してください。コマンドは以下のとおりです。
- ```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicyLock --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```
- 値は「Disabled」でなければなりません。これは TPM\_TCM\_POLICY がロックされておらず、設定する必要があることを意味します。
6. TPM\_TCM\_POLICY をロックします。
- ```
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicyLock "Enabled"--override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```
7. reset コマンドを発行して、システムをリセットします。コマンドは以下のとおりです。
- ```
OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```
- リセット時に、UEFI は imm.TpmTcmPolicyLock から値を読み込みます。値が「Enabled」で imm.TpmTcmPolicy 値が有効な場合、UEFI は TPM\_TCM\_POLICY 設定をロックします。
- 注：imm.TpmTcmPolicy の有効な値には、「NeitherTpmNorTcm」、「TpmOnly」および「NationZTPM20Only」が含まれます。
- imm.TpmTcmPolicyLock が「Enabled」に設定されていても、imm.TpmTcmPolicy 値が無効な場合、UEFI は、「ロック」要求を拒否し、imm.TpmTcmPolicyLock を「Disabled」に戻します。
8. 値をリードバックして、「ロック」が承認されたか拒否されたかを確認します。コマンドは以下のとおりです。
- ```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```
- 注：リードバック値が「Disabled」から「Enabled」に変更された場合、TPM\_TCM\_POLICY が適切にロックされていることを意味します。ポリシーがいったんロックされると、システム・ボードの交換以外にロックを解除する方法はありません。
- imm.TpmTcmPolicyLock は、以下のとおり定義されます。
- 値 1 はストリング「Enabled」を使用します。これはポリシーのロックを意味します。その他の値は受け入れられません。

## 物理プレゼンスの検出

物理プレゼンスを検出する前に、物理プレゼンス・ポリシーを有効にする必要があります。デフォルトでは、物理プレゼンスは 30 分のタイムアウトで有効になります。

物理プレゼンスを検出する方法は 2 つあります。

1. 物理プレゼンス・ポリシーが有効な場合、Lenovo XClarity Provisioning Manager または Lenovo XClarity Controller を通して、物理プレゼンスを検出できます。
2. システム・ボードのハードウェア・ジャンパーを切り替えます。

注：物理プレゼンス・ポリシーが無効な場合：

1. システムボード上のハードウェア物理プレゼンス・ジャンパーを設定して、物理プレゼンスを検出します。
2. F1 (UEFI 設定) または Lenovo XClarity Essentials OneCLI のいずれかを使用して、物理プレゼンス・ポリシーを有効にします。

## Lenovo XClarity Controller を使用した物理プレゼンスの検出

Lenovo XClarity Controller を使用して物理プレゼンスを検出するには、以下のステップを実行します。

1. Lenovo XClarity Controller インターフェースにログインします。  
Lenovo XClarity Controller へのログインについては、<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「XClarity Controller Web インターフェースの開始と使用」セクションを参照してください。
2. 「BMC 構成」 → 「セキュリティ」の順にクリックして、物理プレゼンスが「検出」に設定されていることを確認します。

## ハードウェアを使用した物理プレゼンスの検出

システム・ボードのジャンパーを使用して、ハードウェア物理プレゼンスを検出することもできます。ジャンパーを使用したハードウェア物理プレゼンスの検出について詳しくは、以下を参照してください。

## 23 ページの「システム・ボード・スイッチ」

## TPM のバージョンの設定

TPM のバージョンを設定可能にするには、物理プレゼンスを検出する必要があります。

Lenovo XClarity Provisioning Manager または Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用して、TPM のバージョンを設定できます。

TPM のバージョンを設定するには:

1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI をダウンロードしてインストールします。
  - a. <http://datacentersupport.lenovo.com> にアクセスしてご使用のサーバーのサポート・ページに移動します。
  - b. 「Drivers & Software (ドライバーとソフトウェア)」をクリックします。
  - c. ご使用のオペレーティング・システム用の適切なバージョンの Lenovo XClarity Essentials OneCLI を見つけて、パッケージをダウンロードします。
2. 次のコマンドを実行して、TPM バージョンを設定します。

注：TPM バージョンを 1.2 から 2.0 に変更、または元に戻すことができます。ただし、バージョン間で切り替えることができるのは最大 128 回です。

TPM バージョンをバージョン 2.0 に設定する場合：

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM2.0 compliant"  
--bmc userid:password@ip_address
```

TPM バージョンをバージョン 1.2 に設定する場合：

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM1.2 compliant"  
--bmc userid:password@ip_address
```

ここで、それぞれ以下の意味があります。

- `<userid>:<password>` はサーバーの BMC (Lenovo XClarity Controller インターフェース) にアクセスするために使用する資格情報です。デフォルトのユーザー ID は USERID、デフォルトのパスワードは PASSWORD (大文字の o ではなくゼロ) です。
- `<ip_address>` は BMC の IP アドレスです。

Lenovo XClarity Essentials OneCLI `set` コマンドについて詳しくは、以下を参照してください。

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_set\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command)

- 代わりに、Advanced Settings Utility (ASU) コマンドを使用することができます。

TPM バージョンをバージョン 2.0 に設定する場合:

```
asu64 set TPMVersion.TPMVersion "Update to TPM2.0 compliant" --host <ip_address>  
--user <userid> --password <password> --override
```

TPM バージョンをバージョン 1.2 に設定する場合:

```
asu64 set TPMVersion.TPMVersion "Update to TPM1.2 compliant" --host <ip_address>  
--user <userid> --password <password> --override
```

ここで、それぞれ以下の意味があります。

- <userid> と <password> はサーバーの BMC (Lenovo XClarity Controller インターフェース) にアクセスするために使用する資格情報です。デフォルトのユーザー ID は USERID、デフォルトのパスワードは PASSWORD (大文字の o ではなくゼロ) です。
- <ip\_address> は BMC の IP アドレスです。

## UEFI セキュア・ブートの有効化

オプションで、UEFI セキュア・ブートを有効にできます。

UEFI セキュア・ブートを有効にする方法は 2 つあります。

- Lenovo XClarity Provisioning Manager から

Lenovo XClarity Provisioning Manager から UEFI セキュア・ブートを有効にするには、次の手順を実行します。

1. サーバーを起動して、画面の指示に従って指定されたキーを押し、Lenovo XClarity Provisioning Manager インターフェースを表示します。(詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にある、ご使用のサーバーと互換性のある LXPM に関する資料の「起動」セクションを参照してください。)
2. 始動管理者パスワードが必要な場合は、パスワードを入力します。
3. UEFI セットアップのページから、「システム設定」→「セキュリティ」→「セキュア・ブート」の順にクリックします。
4. セキュア・ブートを有効にし、設定を保存します。

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI から

Lenovo XClarity Essentials OneCLI から UEFI セキュア・ブートを有効にするには、次の手順を実行します。

1. Lenovo XClarity Essentials OneCLI をダウンロードしてインストールします。

Lenovo XClarity Essentials OneCLI をダウンロードするには、次のサイトにアクセスします。

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. セキュア・ブートを有効にするには、次のコマンドを実行します。

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled
```

```
--bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

ここで、それぞれ以下の意味があります。

- <userid>:<password> はサーバーの BMC (Lenovo XClarity Controller インターフェース) にアクセスするために使用する資格情報です。デフォルトのユーザー ID は USERID、デフォルトのパスワードは PASSWORD (大文字の o ではなくゼロ) です。
- <ip\_address> は BMC の IP アドレスです。

Lenovo XClarity Essentials OneCLI set コマンドについて詳しくは、以下を参照してください。

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_set\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command)

## トレイ・カバーの交換

トレイ・カバーの取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### トレイ・カバーの取り外し

トレイ・カバーを取り外すには、この情報を使用します。

#### S014



#### 警告：

危険な電圧、電流、エネルギー・レベルが存在する可能性があります。ラベルが貼られている場所のカバーを外すことが許されるのはトレーニングを受けたサービス技術員だけです。

#### S033



#### 警告：

危険な電力が存在します。金属とショートさせると熱を発生し、金属の飛散、やけど、またはその両方を引き起こす可能性のある危険な電力の電圧です。

トレイ・カバーを取り外す前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. タスクを実行しようとしている対応する DWC トレイ の電源をオフにします。
3. エンクロージャーからトレイを取り外します ([253 ページの「エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し」](#)を参照)。

トレイ・カバーを取り外すには、次のステップを実行してください。

ステップ 1. リリース・ラッチおよびプッシュ・ポイントを同時に押し、カバーを DWC トレイ の後部に向けてスライドさせます。

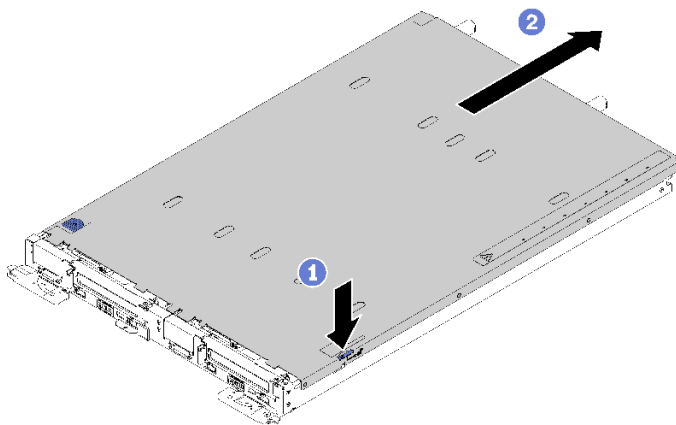


図 212. トレイ・カバーの取り外し

ステップ 2. カバーを持ち上げて DWC トレイ から外し、横に置きます。

注：サービス・ラベルの説明は、各トレイ・カバーの下側にあります。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## トレイ・カバーの取り付け

トレイ・カバーを取り付けるには、この情報を使用します。

トレイ・カバーを取り付ける前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. 空のベゼル・フィラーを取り外した場合は、再び取り付けます。

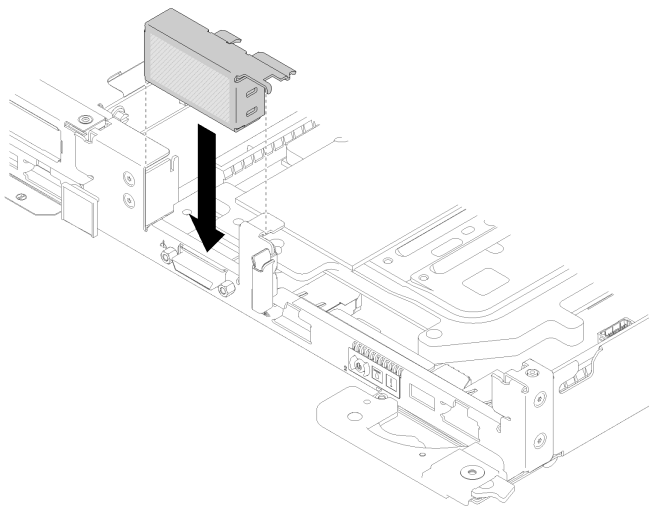


図 213. 空のベゼル・フィラーの取り付け



次のステップを実行して、トレイ・カバーを取り付けます。

ステップ 1. トレイをサーバー上部に置きます。

ステップ 2. トレイをサーバー前面方向にスライドさせます。

**重要：**カバーを前方にスライドさせる前に、カバーの前面、背面、および側面のすべてのタブがエンクロージャーと正しくかみ合っていることを確認します。すべてのタブがエンクロージャーと正しくかみ合っていないと、後でカバーを取り外すのが非常に困難になります。

ステップ 3. カバーがトレイ上のすべての差し込みタブときちんとかみ合っているかどうかを確認します。

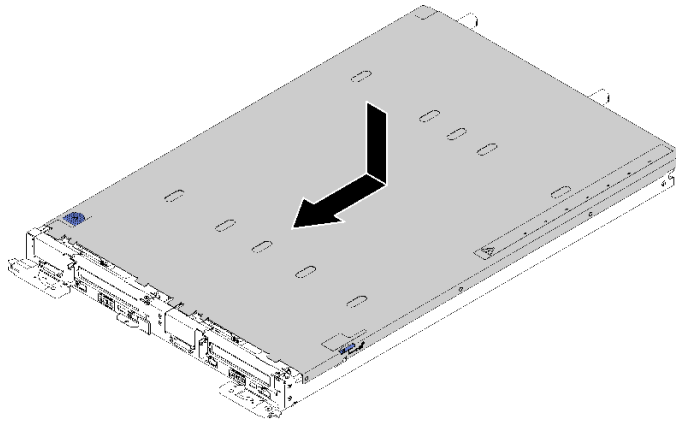


図 214. トレイ・カバーの取り付け

トレイ・カバーを取り付けた後、以下のステップを実行してください。

1. トレイをエンクロージャーに再取り付けします ([255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」](#)を参照)。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## TCM/TPM アダプターの交換 (中国本土専用)

TCM/TPM アダプター (ドーター・カードとも呼ばれます) の取り外しと取り付けを行うには、この情報を使用します。

### TCM/TPM アダプターの取り外し (中国本土専用)

TCM/TPM アダプターを取り外すには、この情報を使用します。

TCM/TPM アダプターを取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. タスクを実行しようとしている対応する DWC トレイ の電源をオフにします。
3. トレイを取り外します ([253 ページの「エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し」](#)を参照)。
4. トレイ・カバーを取り外します ([219 ページの「トレイ・カバーの取り外し」](#)を参照)。

5. 両方のエアークロス・ブレースを取り外します。

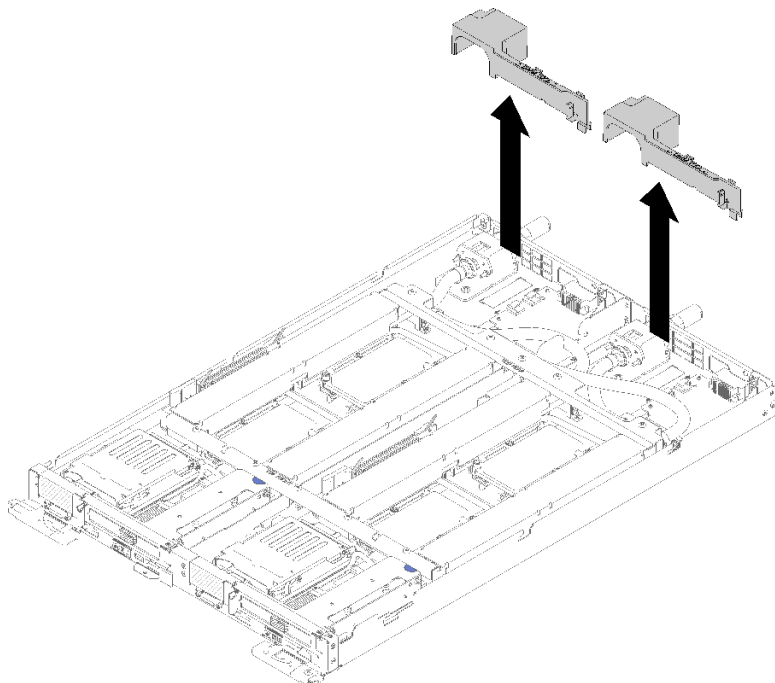


図 215. エアークロス・ブレースの取り外し

6. 前面と背面のクロス・ブレース (10x P2 ねじ) を取り外します。

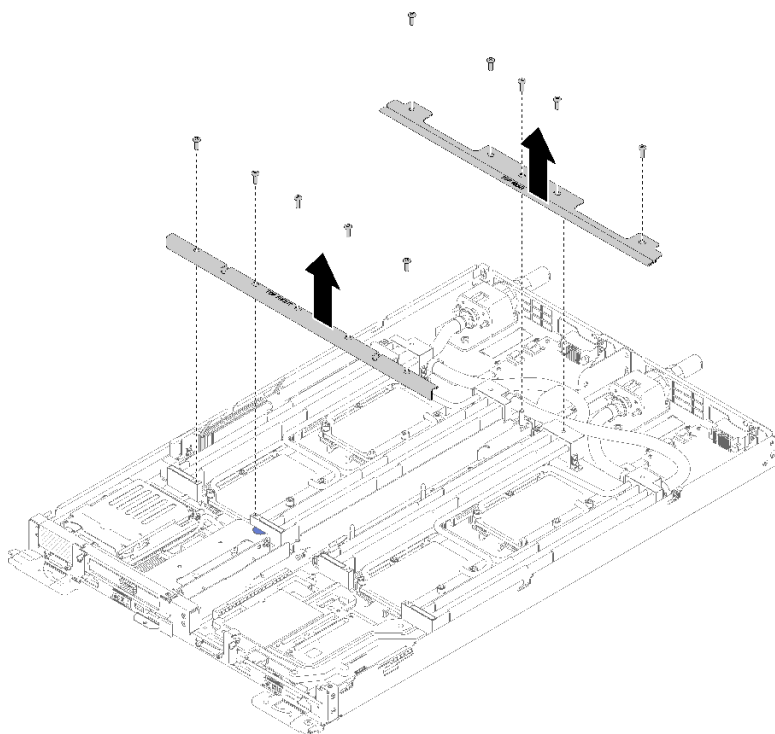


図 216. クロス・ブレースの取り外し

7. 両方のノードの4つのDIMMカバーとDIMMをすべて取り外します (130 ページの「DIMM の取り外し」を参照)。
8. 両方のノードのM.2バックプレーンを取り外します (148 ページの「M.2バックプレーンの取り外し」を参照)。
9. ノードのドライブ・ケージ・アセンブリーを取り外します (142 ページの「ドライブ・ケージ・アセンブリーの取り外し」を参照)。
10. 該当する場合は、ノードのPCIeライザー・アセンブリーを取り外します (構成に応じて、155 ページの「アダプターの取り外し」または 161 ページの「Internal Faceplate Transition (IFT) アダプターの取り外し」を参照)。
11. ウォーター・ループを折りたたみます。
  - a. 2つのM.2バックプレーン・ガイド・ピンを使用して、ウォーター・ループ・キャリアの向きを合わせます。次に、ウォーター・ループ・キャリアをゆっくりと下に置き、ウォーター・ループにしっかりと固定されていることを確認します。

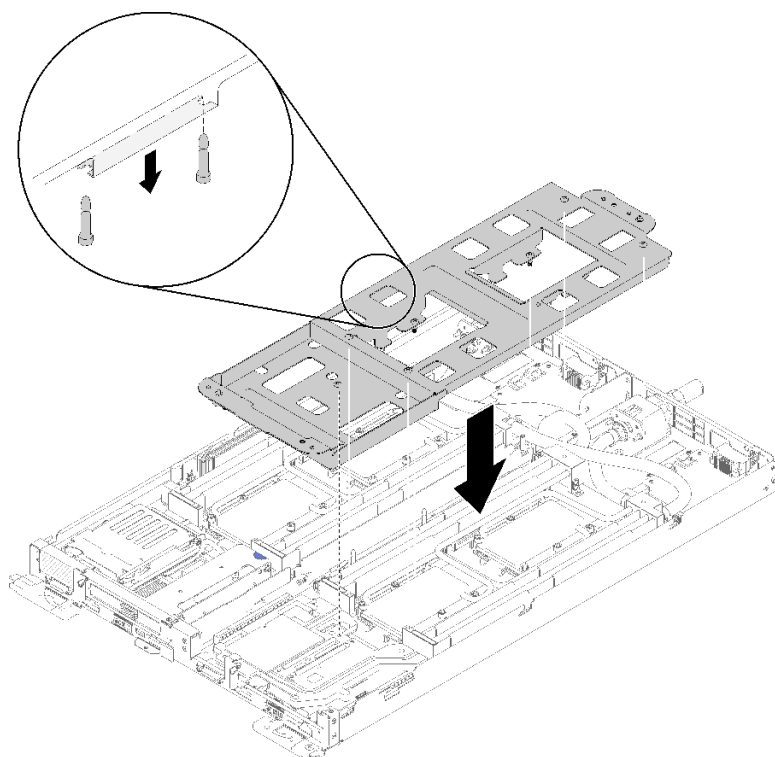


図217. ウォーター・ループ・キャリアの取り付け

- b. ウォーター・ループのねじ (ノードあたり 15x シルバー Torx T10 ねじ) を取り外します。

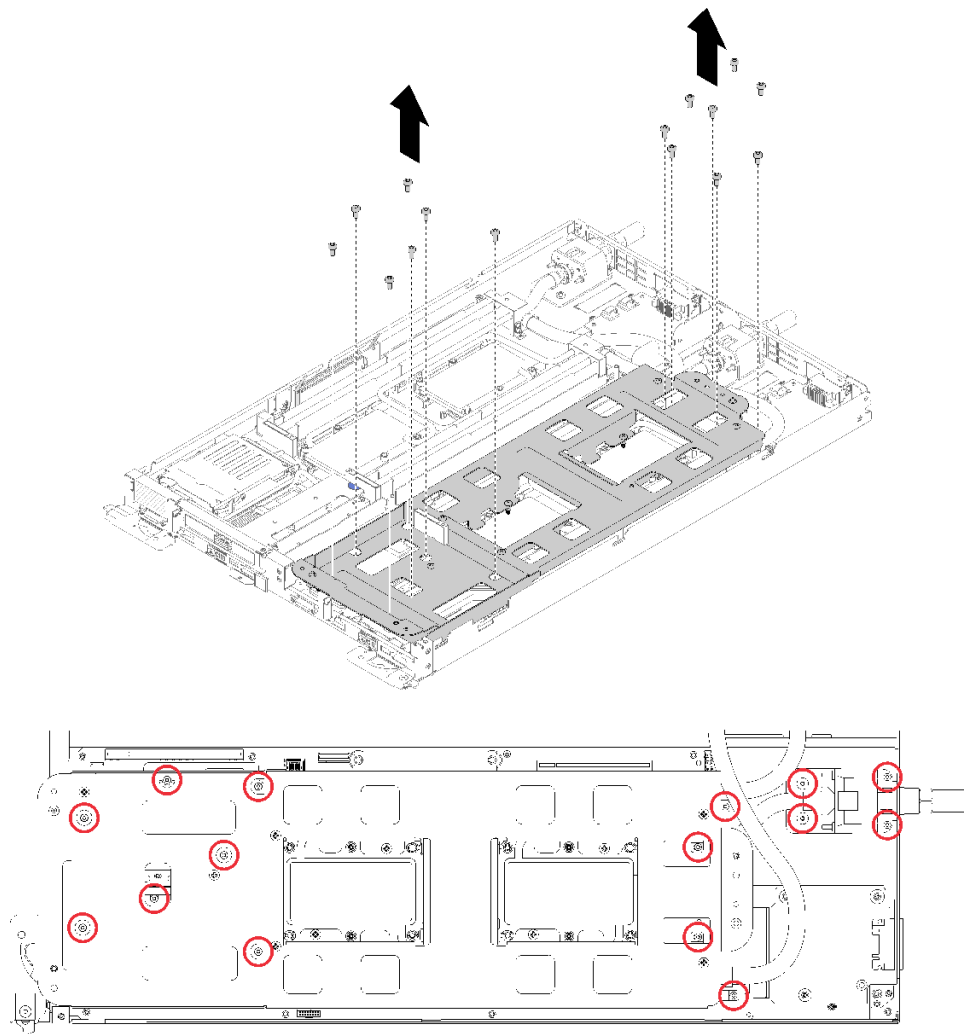


図218. シルバー T10 ねじの取り外し

- c. 冷却プレートのラベルに示されている取り外し順序で、すべての Torx T30 拘束ファスナー (ノードあたり 8x Torx T30 拘束ファスナー) を冷却プレートで緩めます。

注意：コンポーネントの損傷を避けるために、示されたとおり順序に従って緩めてください。

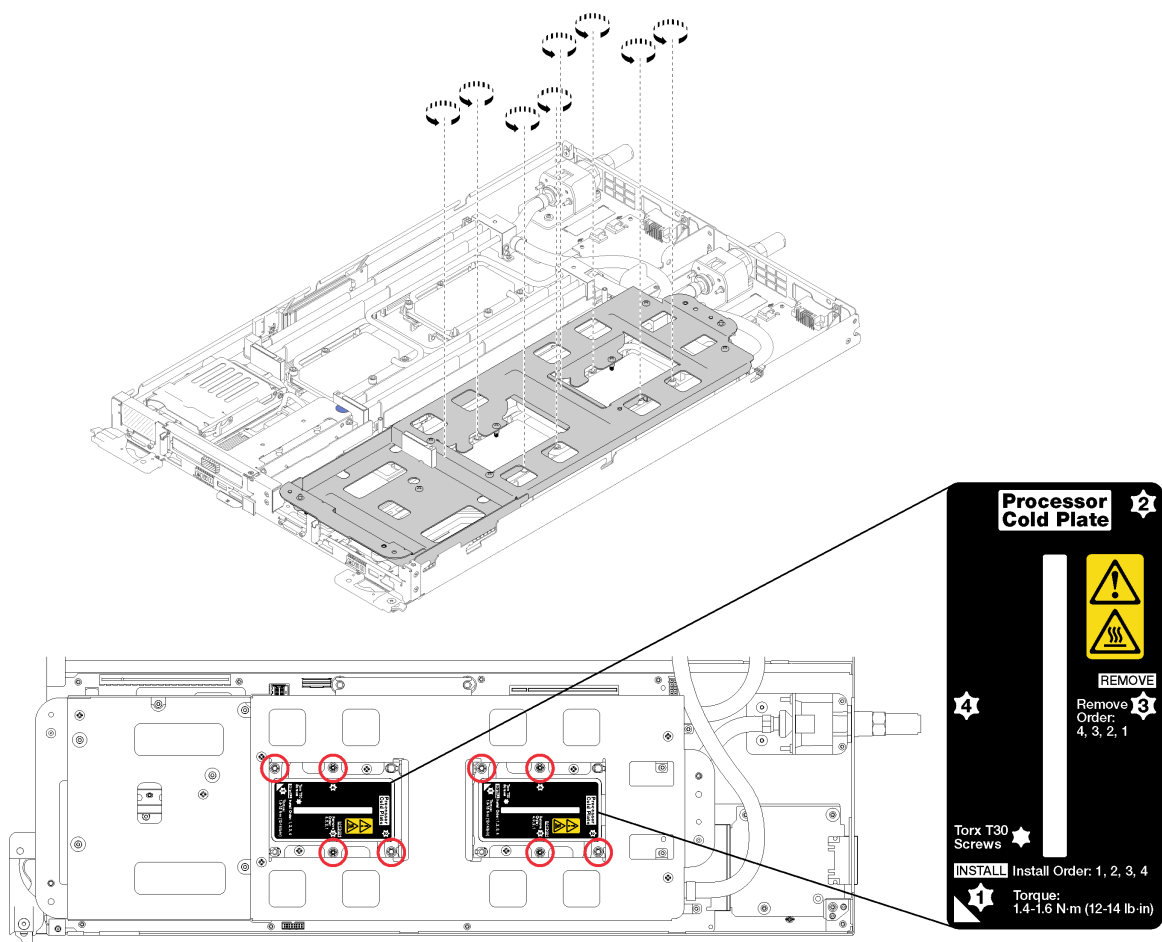


図219. Torx T30 拘束ファスナーを緩める

- d. ウォーター・ループ・キャリアのねじを締めます (ノードあたり 10x P2 ねじ)。

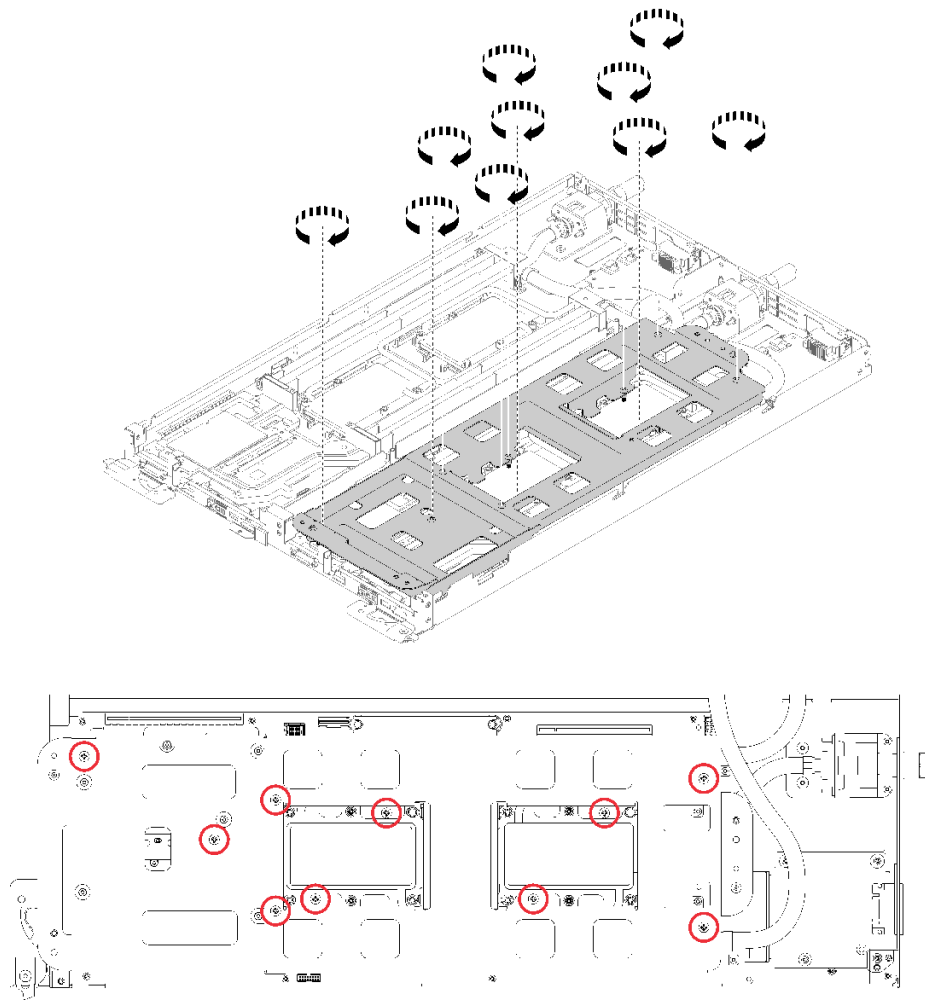


図 220. 拘束 P2 ねじを締める

e. ウォーター・ループを折りたたみます。

- 1) ウォーター・ループをシステム・ボードから慎重に持ち上げ、4つのアライメント・ポストからクイック・コネクタを外し、クイック・コネクタをトレイの背面の開口部から引き出します。
- 2) 慎重にウォーター・ループを回転させて、一方の半分が他方の半分の上に乗るようにします。

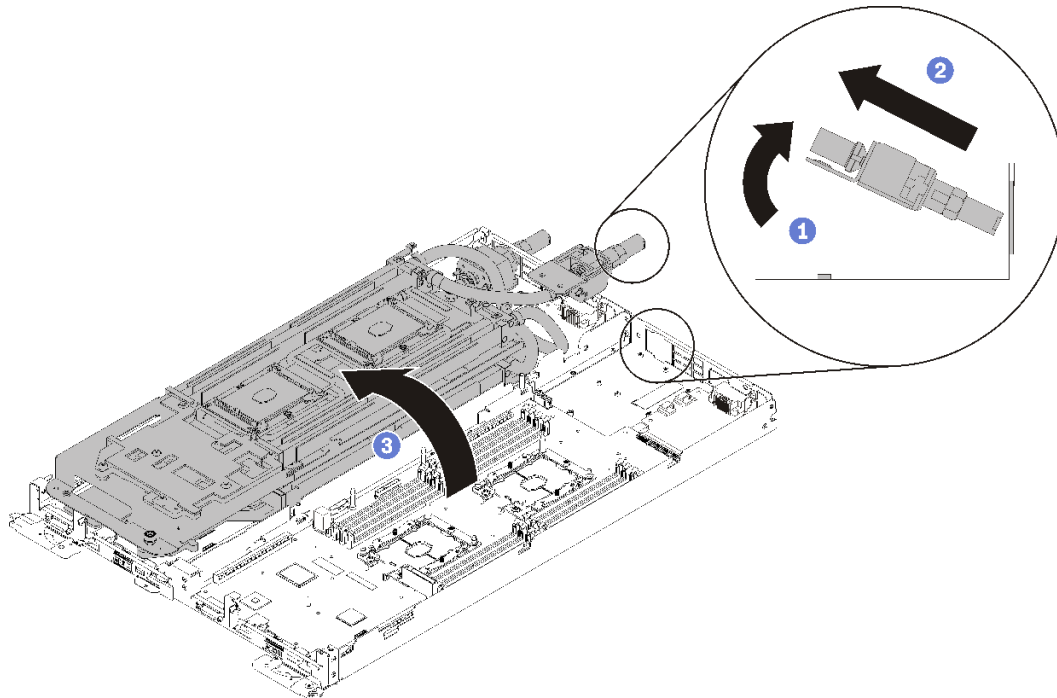


図 221. ウォーター・ループを折りたたむ

12. 分電盤の取り外し (167 ページの「分電盤の取り外し」を参照)。
13. 空のベゼル・フィラーを取り外します。

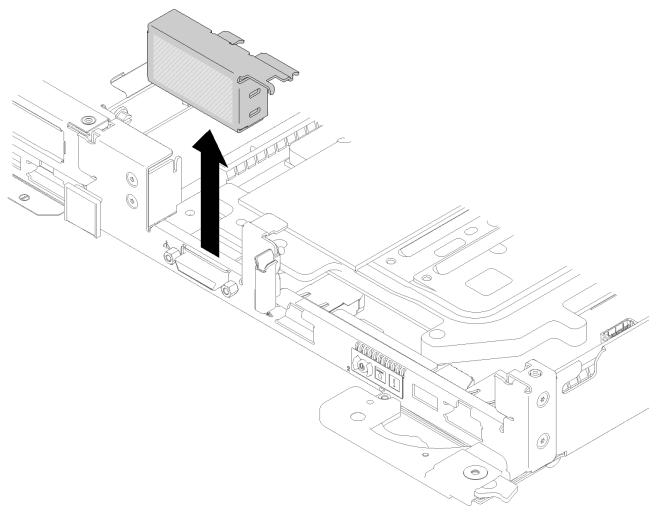


図 222. 空のベゼル・フィラーの取り外し

14. システム・ボードを取り外します (192 ページの「システム・ボードの取り外し」を参照)。

注意：

- TCM/TPM アダプターは、中国本土で販売されているノード用の独自のコンポーネントです。
- TCM/TPM アダプターを取り外すと、すべての TCM/TPM 機能が無効になります。

TCM/TPM アダプターを取り外すには、次のステップを実行してください。

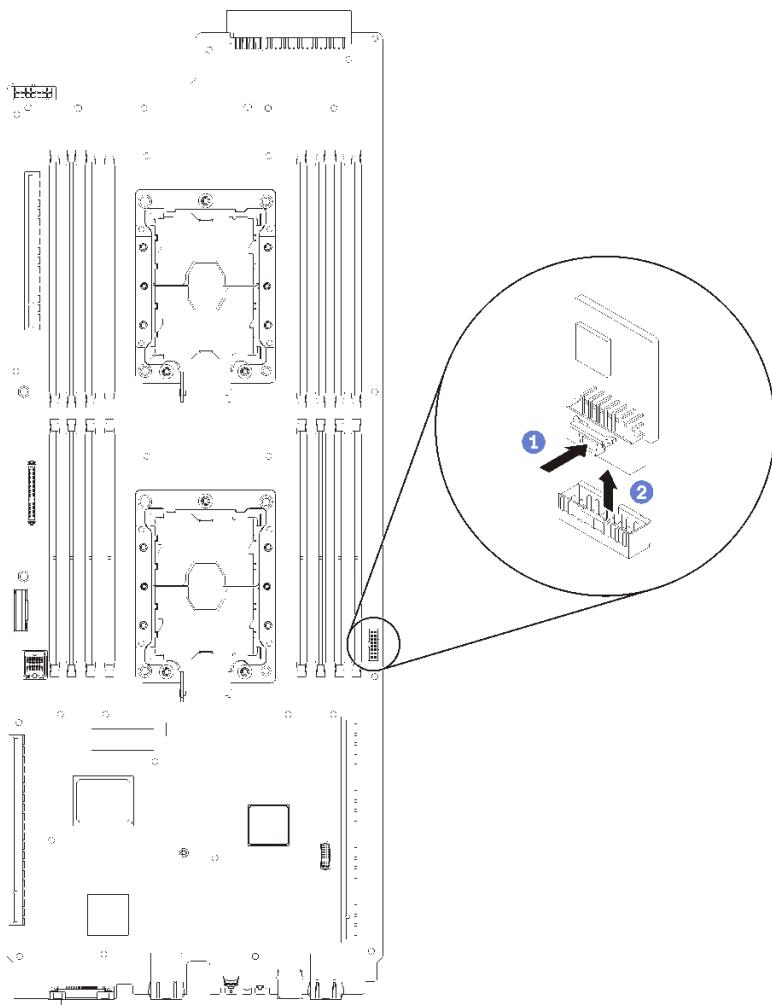


図 223. TCM/TPM アダプターの取り外し

ステップ 1. システム・ボード上の TCM/TPM コネクターを見つけてます (19 ページの「システム・ボードの内部コネクター」を参照)。

ステップ 2. TCM/TPM アダプターの端を慎重に抑えます。次に、ラッチをゆっくりと押し、システム・ボードから持ち上げます。

注：

- TCM/TPM アダプターは、端を持って慎重に扱ってください。
- 注: ご使用の TCM/TPM アダプターの外観は、このトピックに示す図と若干異なる場合があります。



コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

### TCM/TPM アダプターの取り付け (中国本土専用)

TCM/TPM アダプターを取り付けるには、この情報を使用します。

TCM/TPM アダプターを取り付ける前に、新しい TCM/TPM アダプターが入っている帯電防止パッケージを、サーバーの外側の塗装されていない面に接触させます。次に、新しい TCM/TPM アダプターをパッケージから取り出し、静電防止板の上に置きます。

**注意：**ウォーター・ループの損傷を避けるために、ウォーター・ループの取り外し、取り付け、または折り畳みを行うときは、必ずウォーター・ループ・キャリアを使用してください。

TCM/TPM を取り付ける前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。

**注意：**

- TCM/TPM アダプターは、中国本土で販売されているノード用の独自のコンポーネントです。
- TCM/TPM アダプターを取り外すと、すべての TCM/TPM 機能が無効になります。

次のステップを実行して、TCM/TPM アダプターを取り付けます。

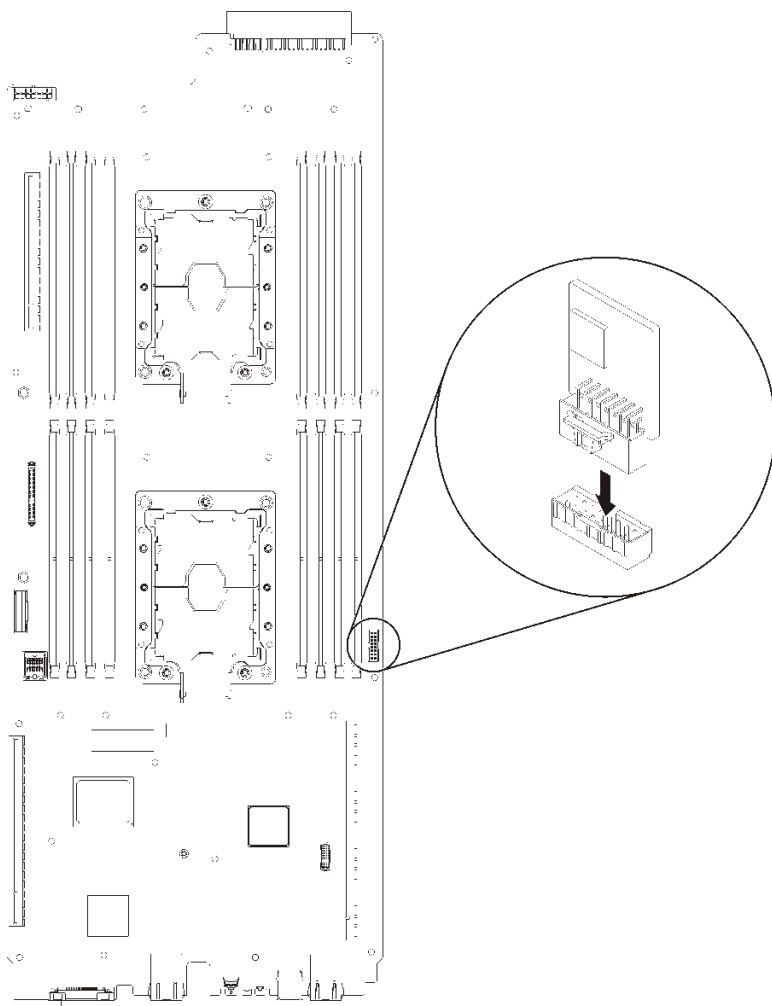


図 224. TCM/TPM アダプターの取り付け

- ステップ 1. TCM/TPM が入っている帯電防止パッケージをシャーシの塗装されていない金属面、または他の接地されたラック・コンポーネントの塗装されていない金属面に接触させます。その後、パッケージから TCM/TPM を取り出します。
- ステップ 2. TCM/TPM アダプターの端を慎重に持ち、システム・ボード上の TCM/TPM アダプター・コネクタに挿入します。
- ステップ 3. TCM/TPM アダプターの端を慎重に持ち、マザーボード上の TCM/TPM コネクタに挿入します。

注：

- TCM/TPM アダプターは、端を持って慎重に扱ってください。
- 注: ご使用の TCM/TPM アダプターの外観は、このトピックに示す図と若干異なる場合があります。

TCM/TPM を取り付けた後、以下のステップを実行してください。

1. システム・ボードを再取り付けします (201 ページの「システム・ボードの取り付け」を参照)。
2. 空のベゼル・フィラーを再取り付けします。

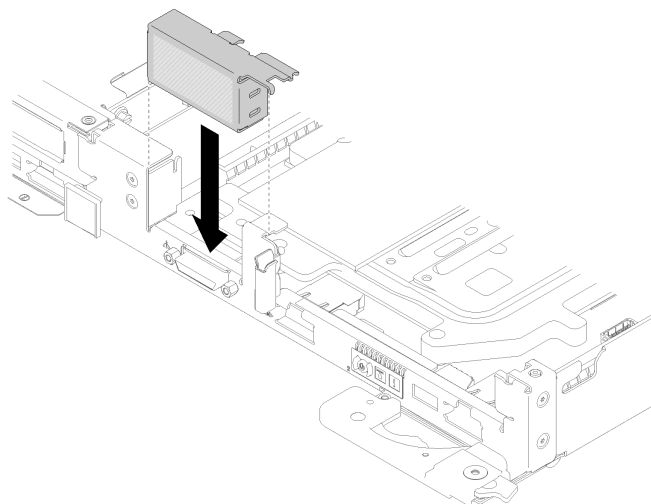


図 225. 空のベゼル・フィラーの取り付け

3. 分電盤ボードを再取り付けします (169 ページの「分電盤の取り付け」を参照)
4. ウォーター・ループを再び取り付けます。
  - a. ウォーター・ループの上側を慎重に回転させます。
  - b. 図のように、クイック接続をトレイの開口部に慎重に挿入します。
  - c. ウォーター・ループ・キャリアを M.2 のバックプレーン・プレーンの上を下ろして配置します。次に、プロセッサ・ソケットのガイド・ピンがウォーター・ループの冷却プレートの穴に正しく取り付けられていることを確認します。

- d. ウォーター・ループの反対側を静かに置き、システム・ボードにしっかりと固定されていることを確認します。

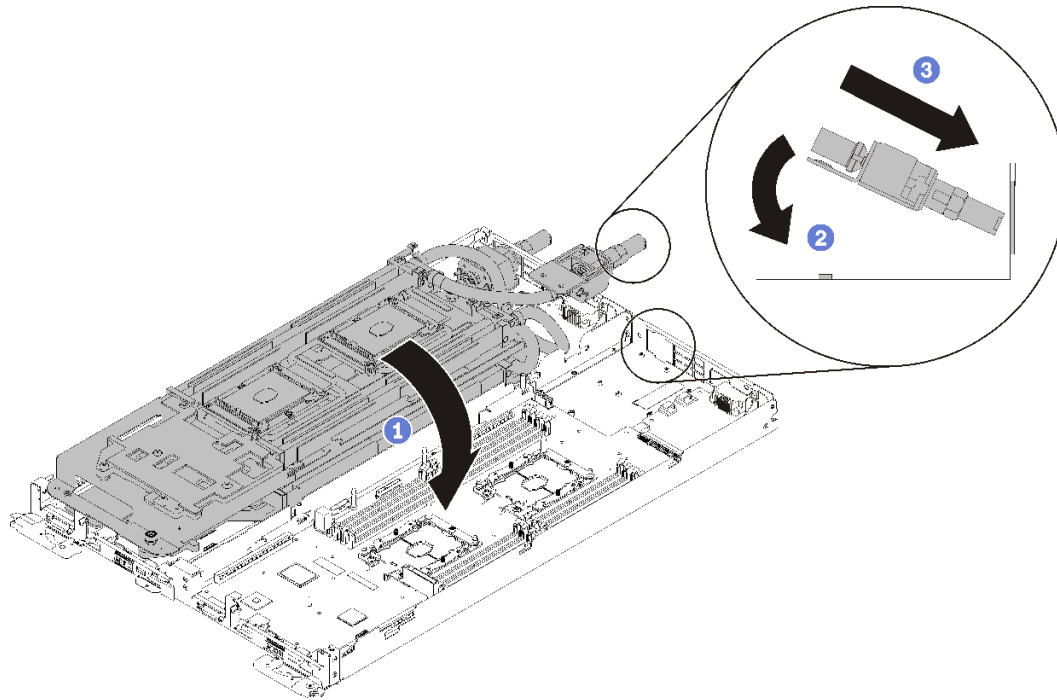


図226. ウォーター・ループの取り付け

- e. 2つのクイック接続を接続します。

- f. ウォーター・ループを固定し、15 本の Torx T10 ねじを注意深く挿入してトレイにすばやく接続します。

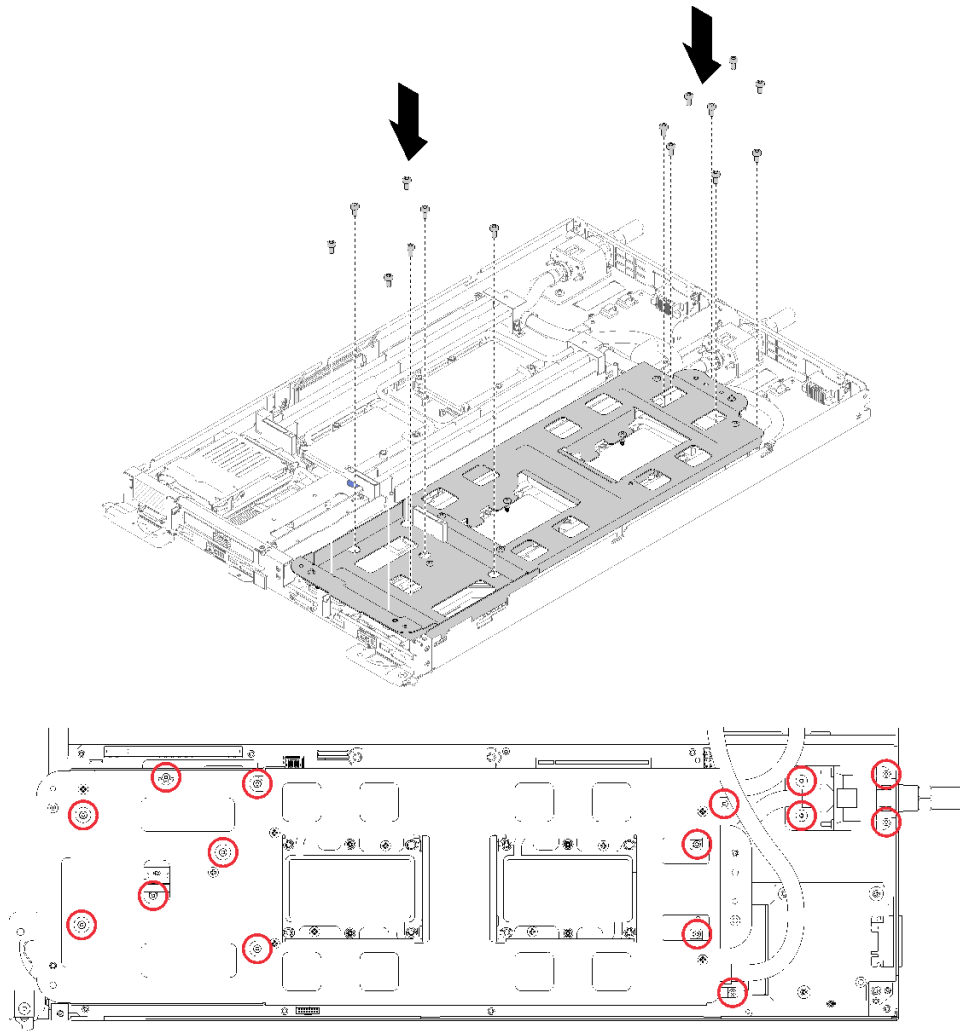


図 227. シルバー T10 ねじの取り付け

g. ウォーター・ループ・キャリアのねじを緩めます (ノードあたり 10x P2 ねじ)。

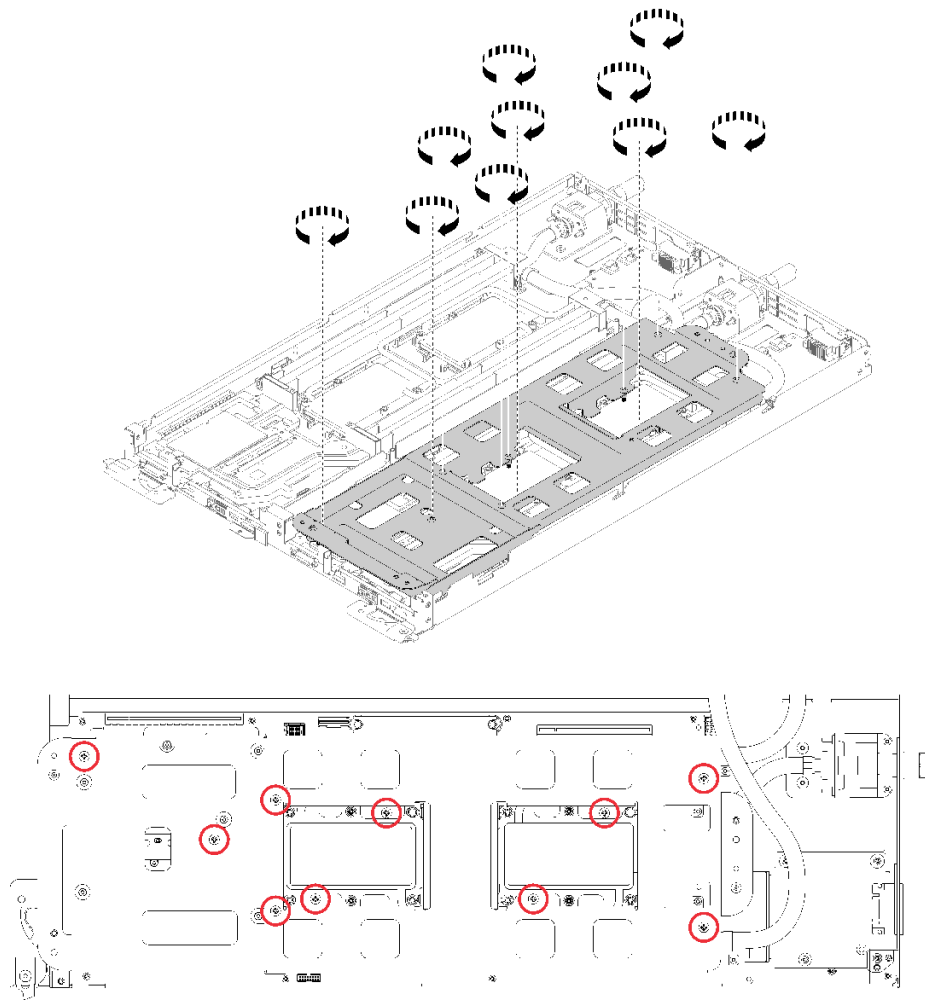


図 228. 拘束 P2 ねじを緩める

- h. 冷却プレートのラベルに示されている取り付け順序で、すべての Torx T30 拘束ファスナー (ノードあたり 8x Torx T30 拘束ファスナー) を冷却プレートで完全に締めます。

注意：コンポーネントの損傷を避けるために、示されたとおりの順序に従って締めてください。

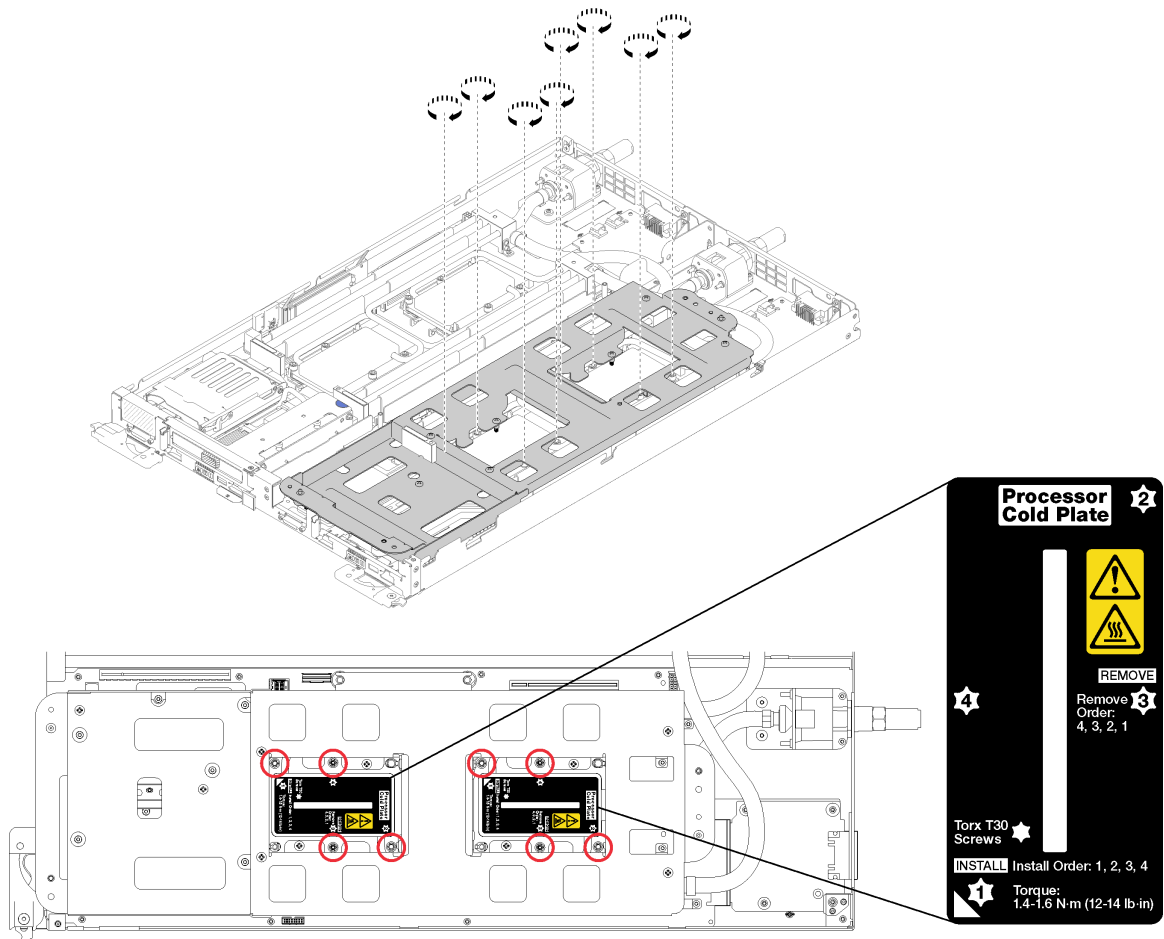


図 229. ねじを締める

- i. ウォーター・ループ・キャリアを慎重に上に持ち上げ、ウォーター・ループから離します。

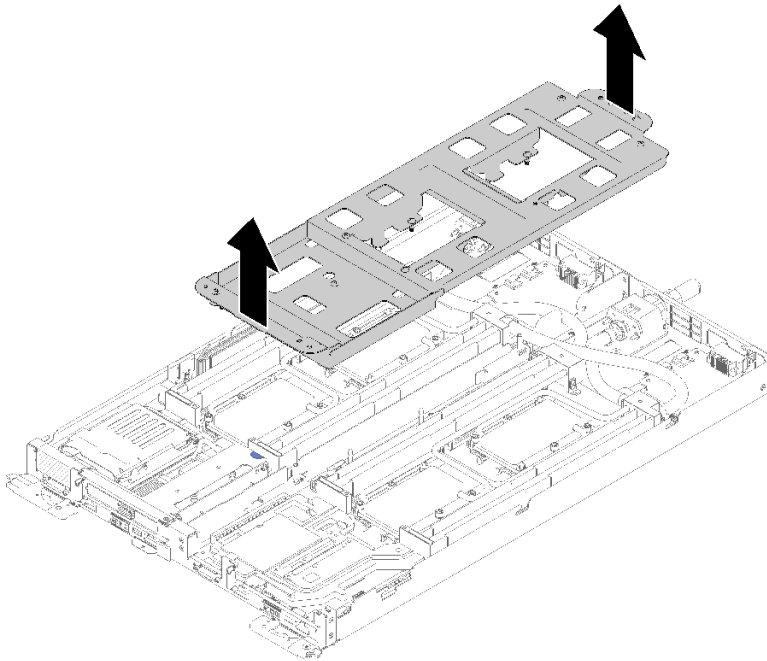


図230. ウォーター・ループ・キャリアの取り外し

5. 両方のノードの4つの DIMM カバーと DIMM をすべて再取り付けします (133 ページの「DIMM の取り付け」を参照)。
6. 両方のノードの M.2 バックプレーンを再取り付けします (150 ページの「M.2 バックプレーンの取り付け」を参照)。
7. 該当する場合は、ドライブ・ケージ・アセンブリーを再取り付けします (144 ページの「ドライブ・ケージ・アセンブリーの取り付け」を参照)。
8. 該当する場合は、PCIe ライザー・アセンブリーを再取り付けします (構成に応じて、157 ページの「アダプターの取り付け」または 163 ページの「Internal Faceplate Transition (IFT) アダプターの取り付け」を参照)。
9. 両方のエア・バッフルを再取り付けします。



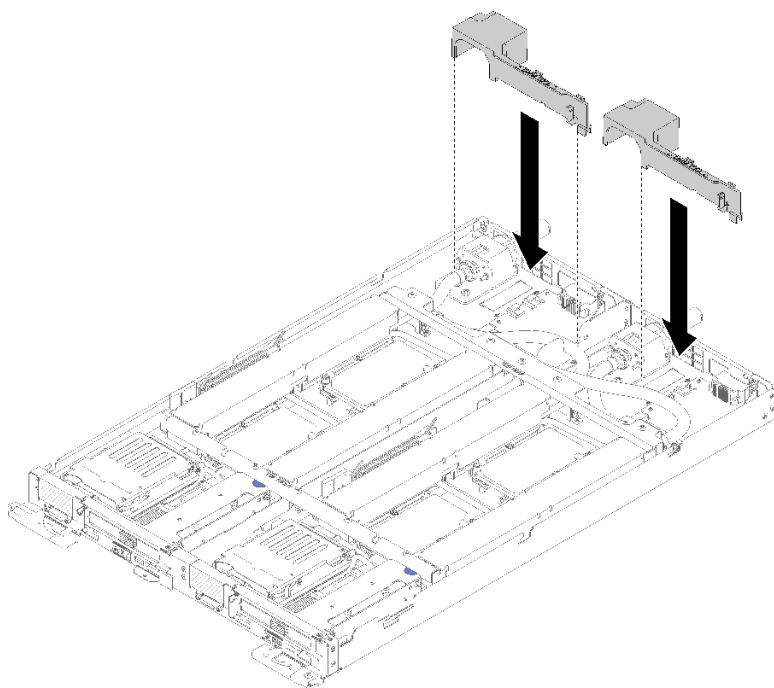


図 231. エア・バッフルの取り付け

10. 前面と背面のクロス・ブレース (10x P2 ねじ) を再取り付けします。

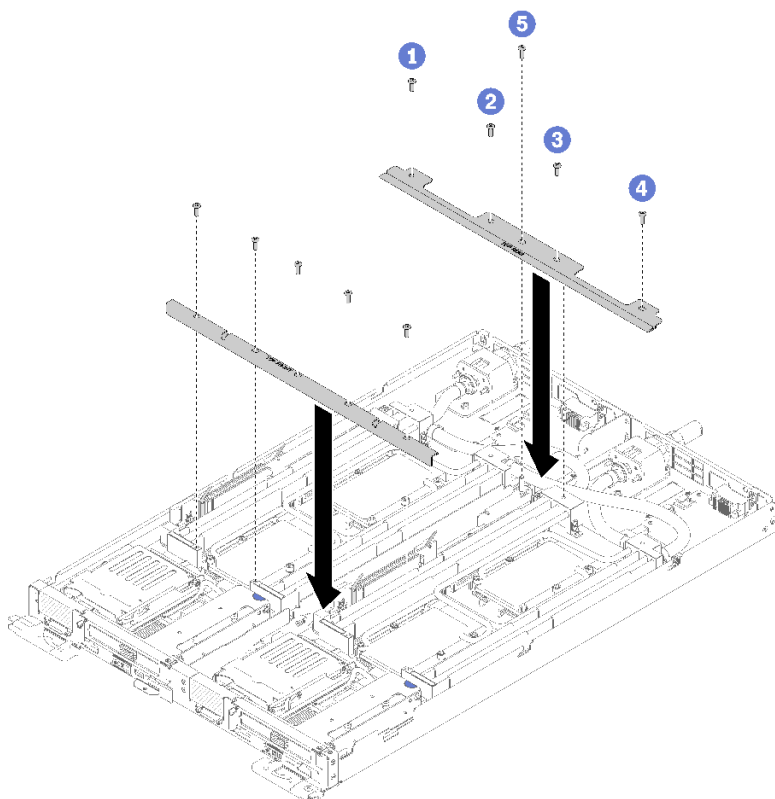


図232. クロス・ブレースの取り付け

11. トレイ・カバーを再び取り付けます (220 ページの「トレイ・カバーの取り付け」を参照)。
12. トレイを再び取り付けます (255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照)。
13. 各ノードの電源 LED をチェックし、高速の点滅から低速の点滅に変わり、両方のノードの電源をオンにする準備ができていることを示していることを確認します。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## ウォーター・ループの交換

ウォーター・ループの取り外しと取り付けを行うには、以下の手順を使用します。

### ウォーター・ループの取り外し

ウォーター・ループを取り外すには、この情報を使用します。

**注意：**ウォーター・ループの損傷を避けるために、ウォーター・ループの取り外し、取り付け、または折り畳みを行うときは、必ずウォーター・ループ・キャリアを使用してください。

ウォーター・ループを取り外す前に：

1. 安全に作業を行うために、33 ページの「取り付けのガイドライン」をお読みください。
2. タスクを実行しようとしている対応する DWC トレイ の電源をオフにします。
3. トレイを取り外します (253 ページの「エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し」を参照)。
4. トレイ・カバーを取り外します (219 ページの「トレイ・カバーの取り外し」を参照)。

5. 両方のエアー・バッフルを取り外します。

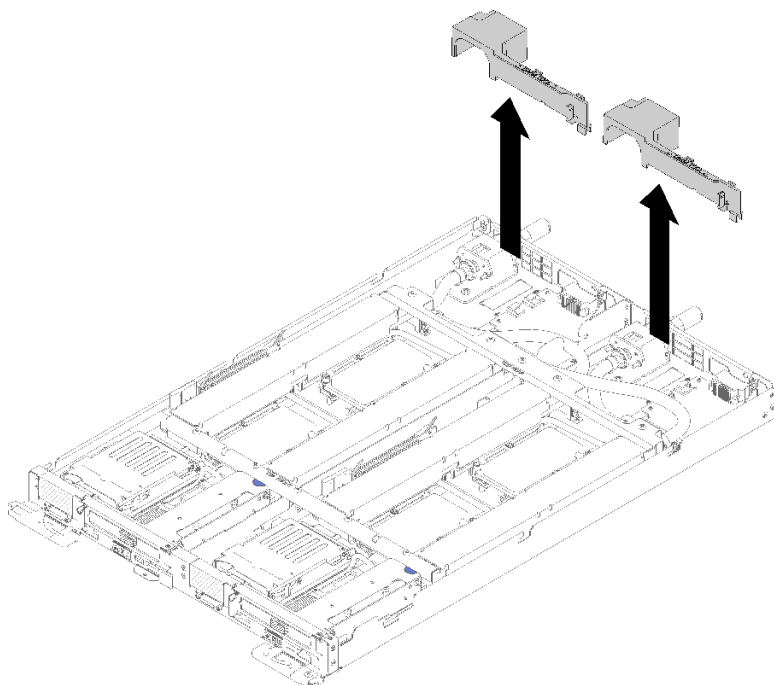


図 233. エアー・バッフルの取り外し

6. 前面と背面のクロス・ブレース (10x P2 ねじ) を取り外します。

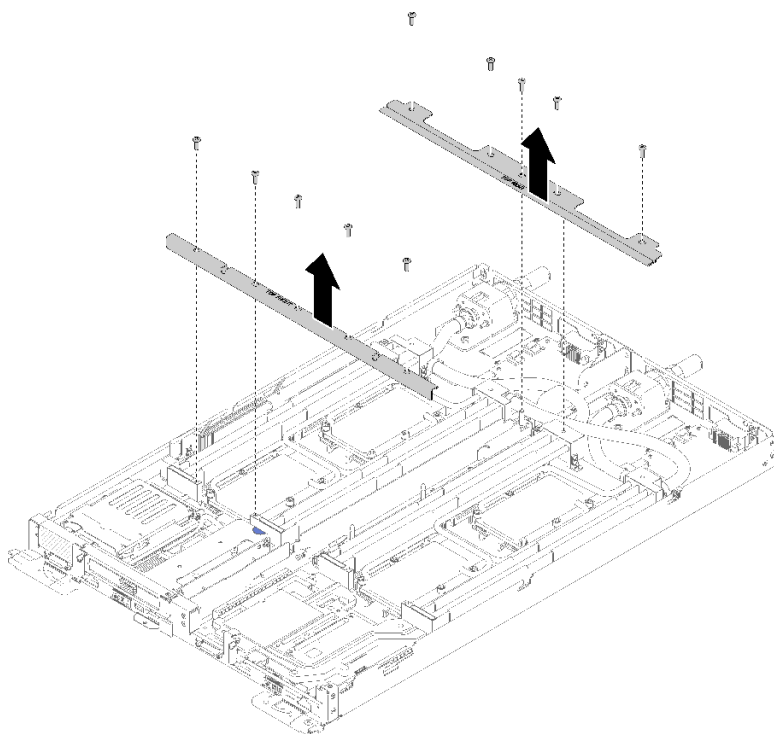


図 234. クロス・ブレースの取り外し

7. 両方のノードの4つのDIMMカバーとDIMMをすべて取り外します (130 ページの「DIMM の取り外し」を参照)。
8. 両方のノードのM.2バックプレーンを取り外します (148 ページの「M.2 バックプレーンの取り外し」を参照)。
9. 両方のノードのドライブ・ケージ・アセンブリーを取り外します (142 ページの「ドライブ・ケージ・アセンブリーの取り外し」を参照)。
10. 該当する場合は、両方のノードのPCIe ライザー・アセンブリーを取り外します (構成に応じて155 ページの「アダプターの取り外し」または161 ページの「Internal Faceplate Transition (IFT) アダプターの取り外し」を参照)。

ウォーター・ループを取り外すには、以下のステップを実行してください。

- ステップ1. ウォーター・ループ・キャリアをウォーター・ループに一度に1つずつ慎重に配置し、ウォーター・ループにしっかりと固定されていることを確認します。

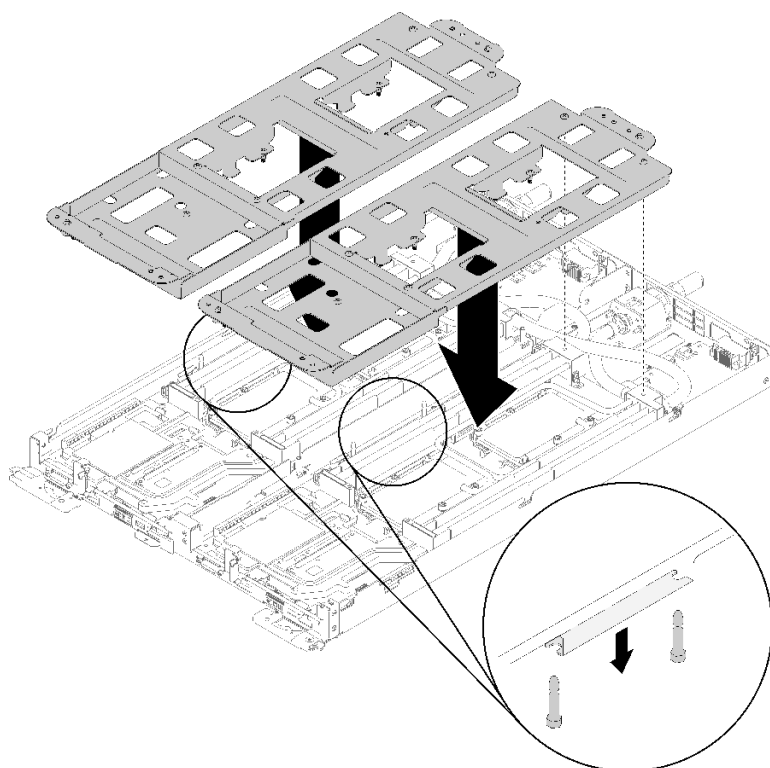


図 235. ウォーター・ループ・キャリアの取り付け

- ステップ2. ウォーター・ループのねじ (30x シルバー Torx T10 ねじ) を取り外します。

注：次の図に、1つのノードのねじの位置を示します。ねじの位置は、2つのノードで同じです。

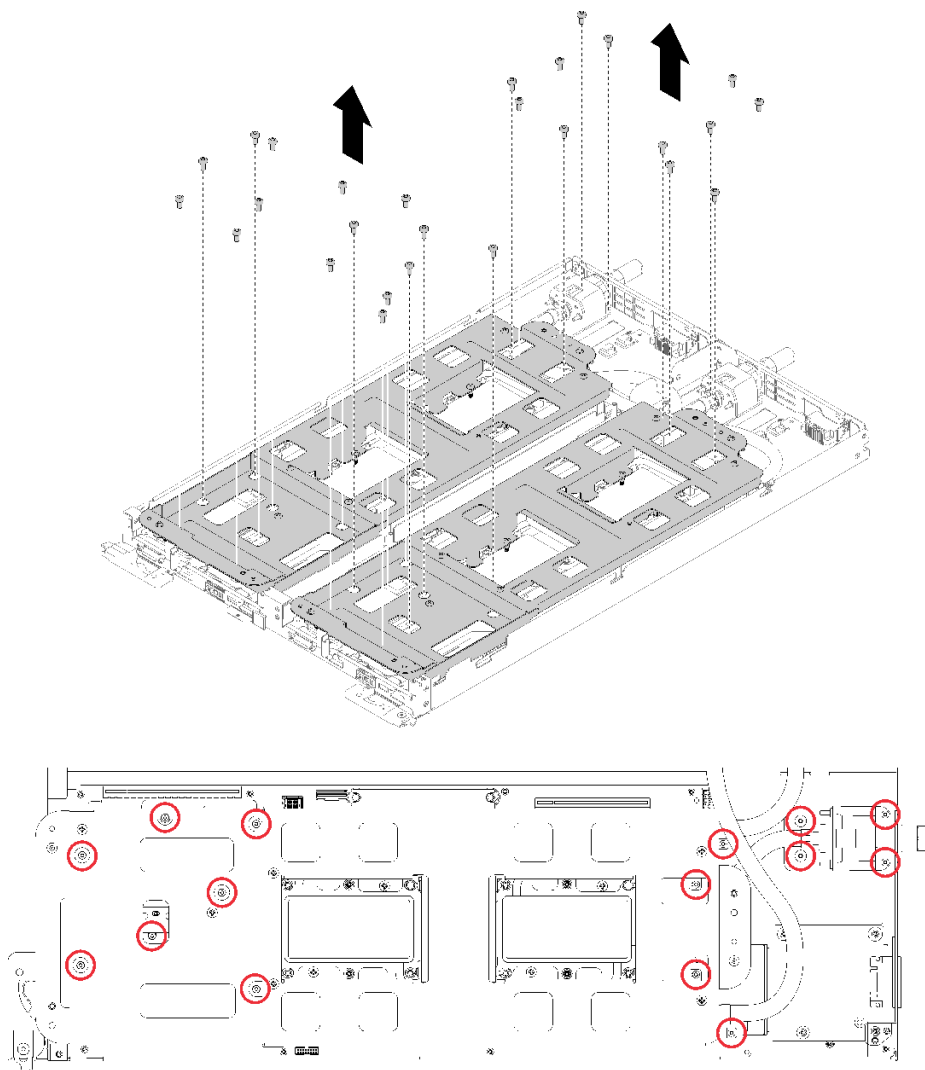


図 236. シルバー T10 ねじの取り外し

ステップ 3. 冷却プレートのラベルに示されている取り付け順序で、冷却プレートのすべての Torx T30 拘束ファスナー (ウォーター・ループ全体に 16 個の Torx T30 拘束ファスナー) を緩めます。

注意：コンポーネントの損傷を避けるために、示されたとおり順序に従って緩めてください。

注：次の図に、1 つのノードのねじの位置を示します。ねじの位置は、2 つのノードで同じです。

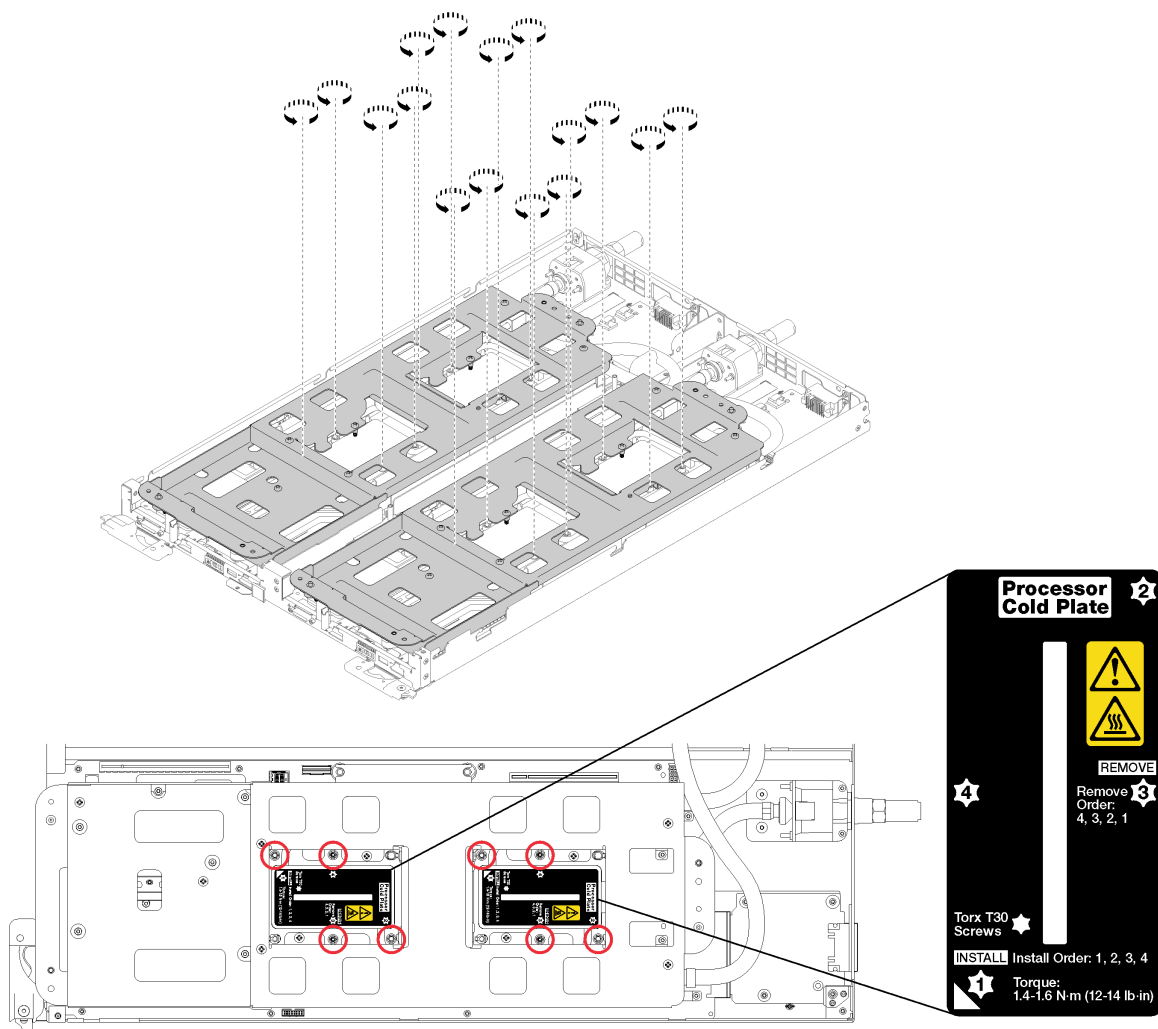


図 237. Torx T30 拘束ファスナーを緩める

ステップ 4. 拘束ウォーター・ループ・キャリアのねじ (20x P2 ねじ) を締めて、キャリアをウォーター・ループに固定します。

注：次の図に、1つのノードのねじの位置を示します。ねじの位置は、2つのノードで同じです。

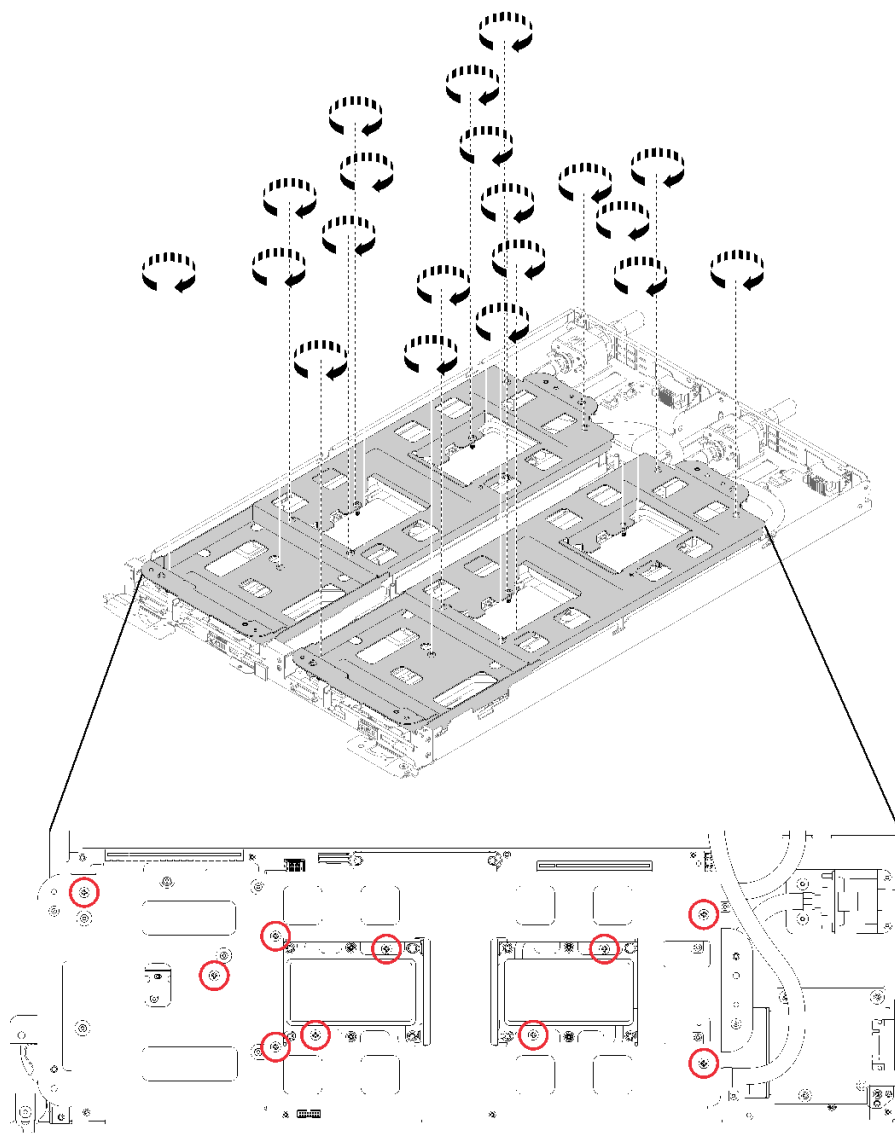


図 238. 拘束 P2 ねじを締める

ステップ 5. ウォーター・ループを折りたたみます。

- a. ウォーター・ループをシステム・ボードから慎重に持ち上げ、4つのアライメント・ポストからクイック・コネクートを外し、クイック・コネクートをトレイの背面の開口部から引き出します。
- b. 慎重にウォーター・ループを回転させて、一方の半分が他方の半分の上に乗るようにします。2つのキャリアが背中合わせになっている場合は、ウォーター・ループ・キャリアの端にディンプルと開口部があります。
- c. 2つの拘束蝶ネジを締めて、ウォーター・ループ・キャリアを互いに固定します。

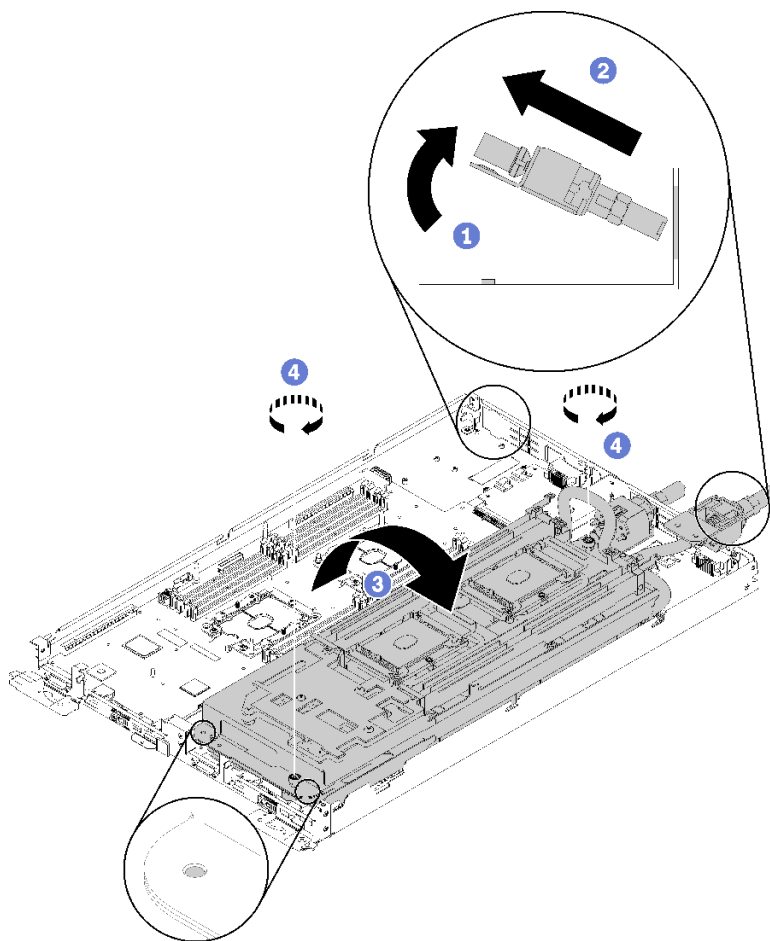


図 239. ウォーター・ループの回転

ステップ 6. ウォーター・ループを取り外します。

- a. ウォーター・ループを慎重に持ち上げ、システム・ボードから取り出します。
- b. 4つのアライメント・ポストからクイック・コネクタを外し、クイック・コネクタをトレイの背面の開口部から引き出します。
- c. ウォーター・ループを持ち上げてノードから取り外します。



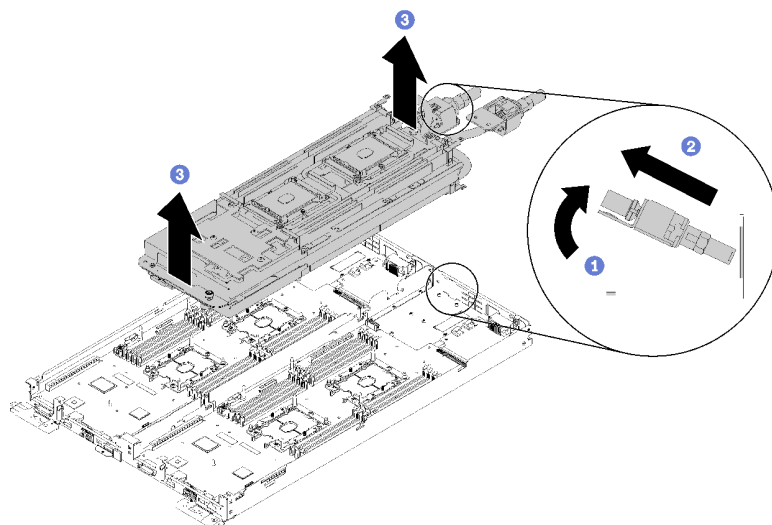


図 240. ウォーター・ループの取り外し

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## ウォーター・ループの取り付け

ウォーター・ループを取り付けるには、この情報を使用します。

**注意：**ウォーター・ループの損傷を避けるために、ウォーター・ループの取り外し、取り付け、または折り畳みを行うときは、必ずウォーター・ループ・キャリアを使用してください。

ウォーター・ループを取り付ける前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。
2. すべてのプロセッサが4つのウォーター・ループ冷却プレートすべてに正しく取り付けられていることを確認してください ([181 ページの「プロセッサの取り付け」](#)を参照)。
3. ウォーター・ループ・キャリアのつまみねじを1セットだけ緩め、ウォーター・ループを裏返します。

ウォーター・ループを取り付けるには、次のステップを実行してください。

ステップ 1. ウォーター・ループを取り付けます。

- a. クイック接続を上向きにしたウォーター・ループを、最初に取り付けるウォーター・ループの側面に向ます。
- b. 両手でウォーター・ループを保持したまま、後方に傾けて、クイック接続・チップをトレイ背面の開口部に差し込みます。
- c. 2つの M.2 バックプレーン・ガイド・ピンを使用してウォーター・ループを方向付けます。
- d. ウォーター・ループを静かに置き、システム・ボードにしっかりと固定されていることを確認します。

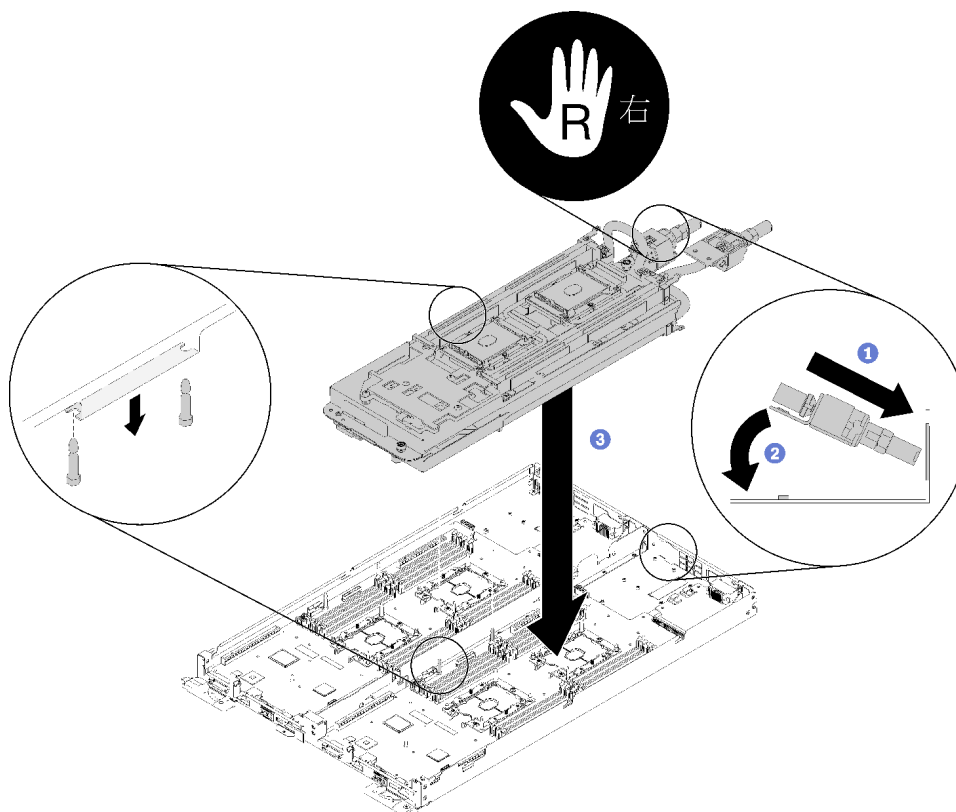


図 241. ウォーター・ループ・キャリアの取り付け

ステップ 2. ウォーター・ループ・キャリアの両端にある 2 つの拘束つまみねじを緩めます。

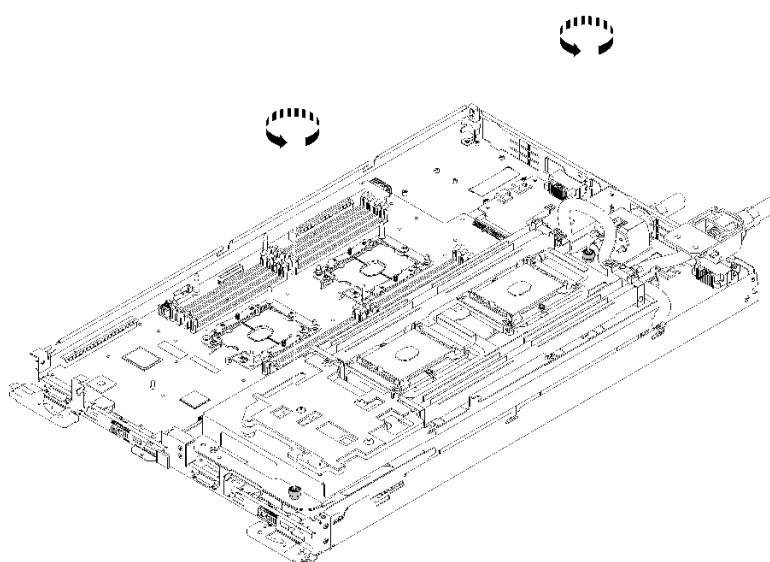


図 242. 拘束つまみねじを緩める

ステップ 3. ウォーター・ループの反対側を取り付けます。

- a. ウォーター・ループの上部を慎重に持ち上げ、トレイの反対側に半回転させます。

- b. 図のように、クイック接続をトレイの開口部に慎重に挿入します。
- c. ウォーター・ループ・キャリアを M.2 のバックプレーン・プレーンのガイド・ピンの上に下ろして配置します。次に、プロセッサ・ソケットのガイド・ピンがウォーター・ループの冷却プレートに正しく取り付けられていることを確認します。
- d. ウォーター・ループを静かに下げて、システム・ボードにしっかりと固定されていることを確認します。

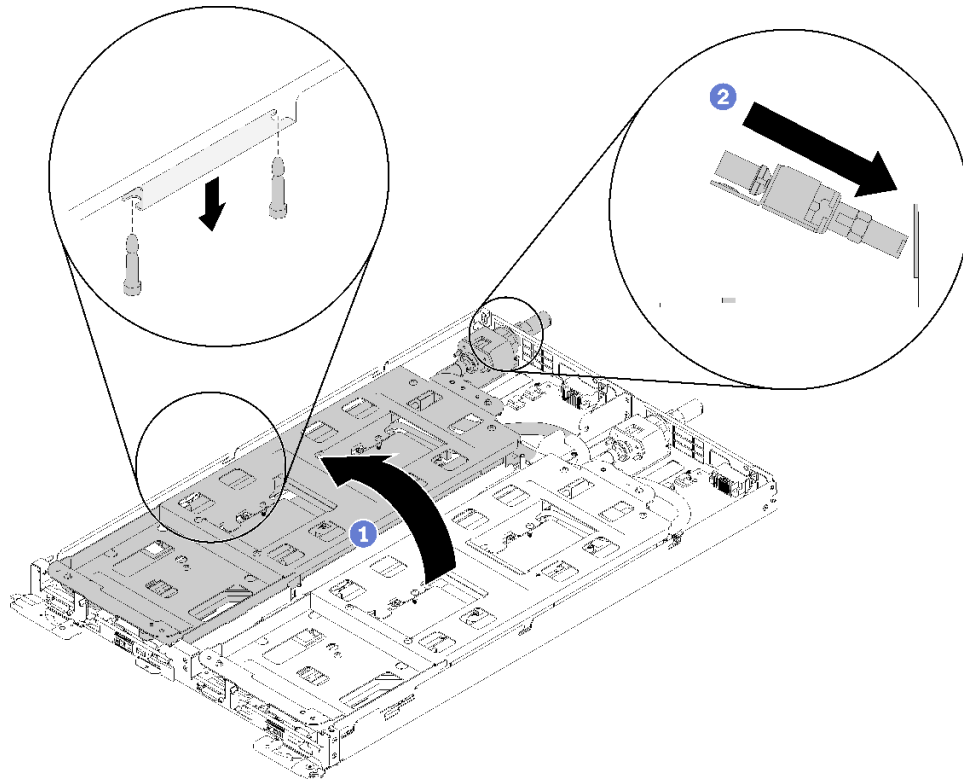


図 243. 後半のウォーター・ループの回転と初期配置

- ステップ 4. クイック接続が各ノードの 4 つのスレッド・ピンに正しく取り付けられていることを確認します。
- ステップ 5. ウォーター・ループ全体を固定し、30 本のシルバー Torx T10 ねじを慎重に差し込んで締めてトレイにすばやく接続します。

注：次の図に、1 つのノードのねじの位置を示します。ねじの位置は、2 つのノードで同じです。

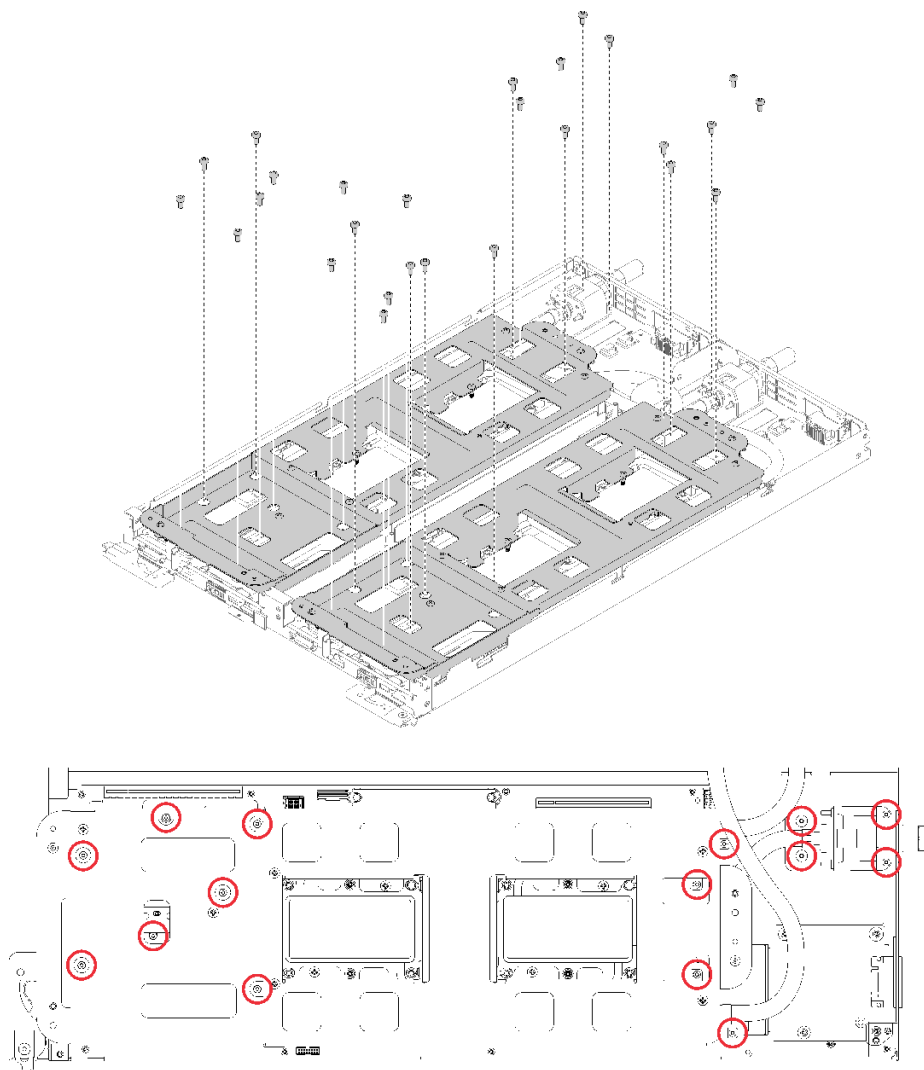


図 244. ウォーター・ループを固定するために使用されるシルバー Torx T10 ねじの場所

ステップ 6. ウォーター・ループ・キャリアのねじを緩めます (20x P2 ねじ)。

注：次の図に、1つのノードのねじの位置を示します。ねじの位置は、2つのノードで同じです。

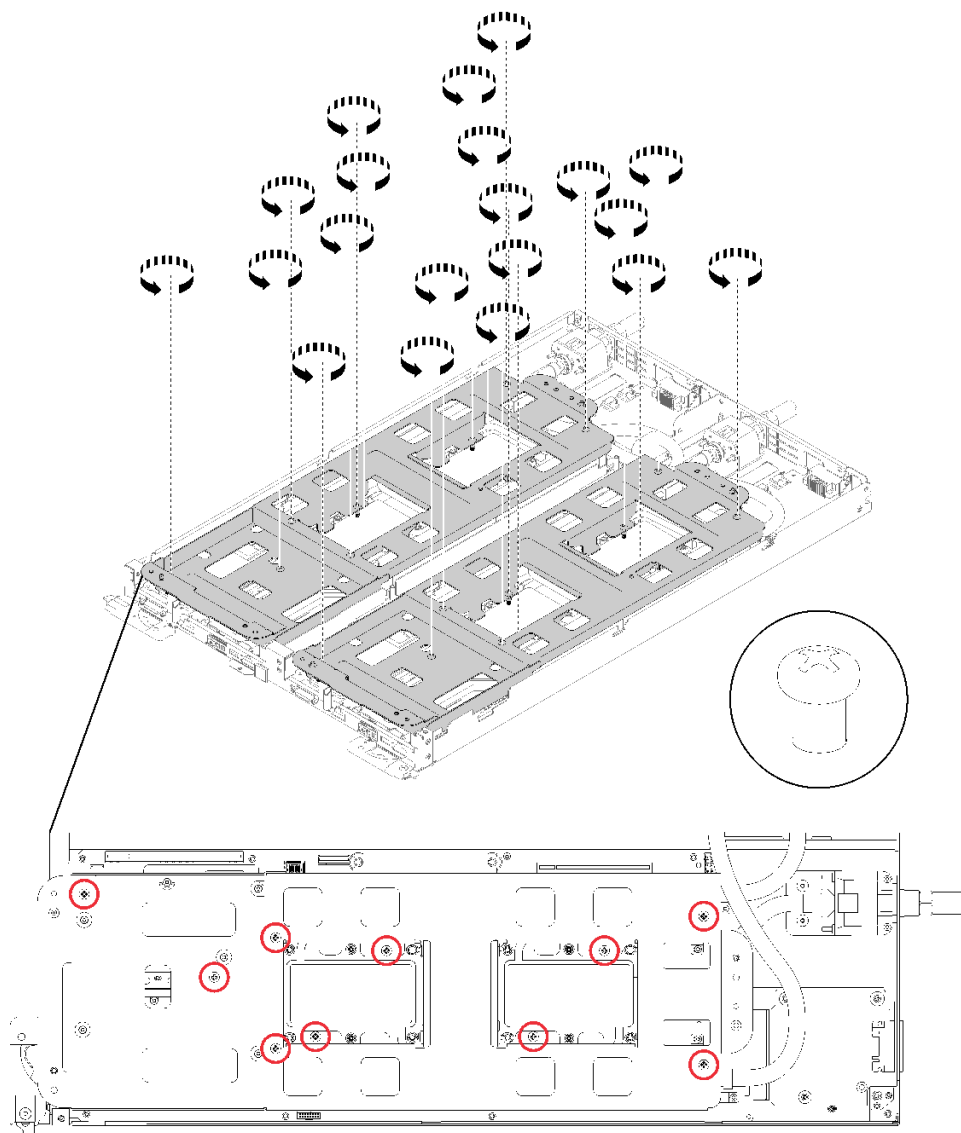


図 245. 拘束 P2 ねじを緩めてウォーター・ループからキャリアを解放する

ステップ 7. それぞれのウォーター・ループ・キャリアを慎重に上に持ち上げ、ウォーター・ループから一度に 1 つずつ離します。

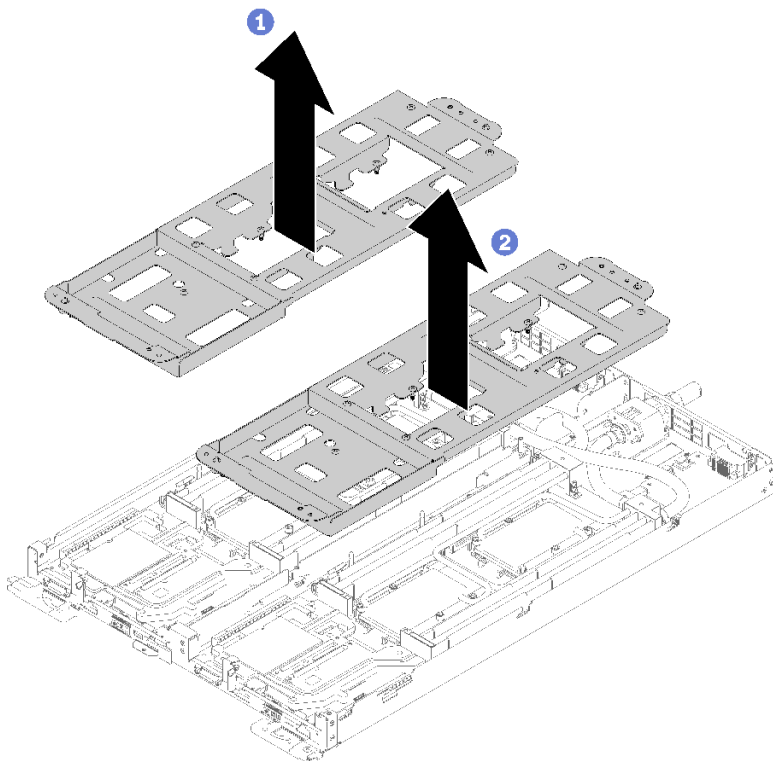


図 246. ウォーター・ループ・キャリアの取り外し

ステップ 8. 冷却プレートのラベルに示されている取り付け順序で、冷却プレートのすべての Torx T30 拘束ファスナー (ウォーター・ループ全体に 16 個の Torx T30 拘束ファスナー) をで完全に締めます。

注意：コンポーネントの損傷を避けるために、示されたとおりの順序に従って締めてください。

注：次の図に、1 つのノードのねじの位置を示します。ねじの位置は、2 つのノードで同じです。

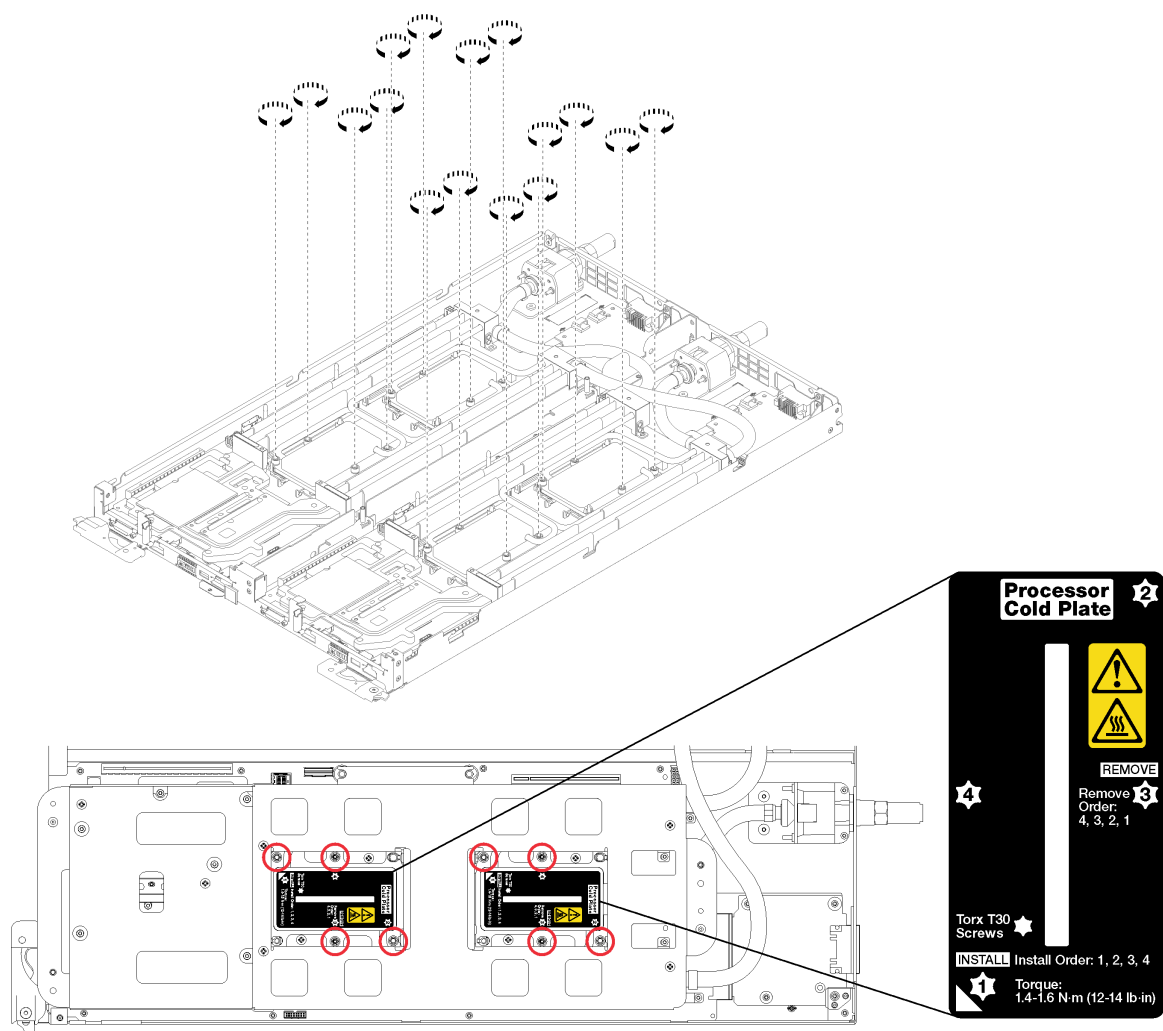


図 247. Torx T30 拘束ファスナーを締め付ける

ステップ 9. 両方のエアー・バッフルを取り付けます。

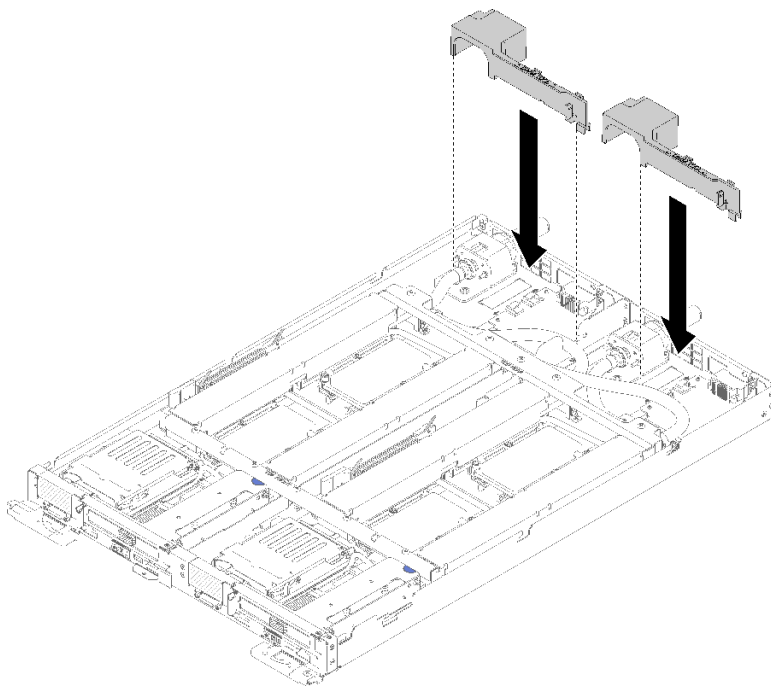


図 248. エア・バッフルの取り付け

ウォーター・ループを取り付けた後、以下のステップを実行してください。

1. 両方のノードの 4 つの DIMM カバーと DIMM をすべて再取り付けします (133 ページの「DIMM の取り付け」を参照)。
2. 両方のノードの M.2 バックプレーンを再取り付けします (150 ページの「M.2 バックプレーンの取り付け」を参照)。
3. 両方のノードのドライブ・ケージ・アセンブリーを再取り付けします (144 ページの「ドライブ・ケージ・アセンブリーの取り付け」を参照)。
4. 該当する場合は、両方のノードの PCIe ライザー・アセンブリーを再取り付けします (構成に応じて 157 ページの「アダプターの取り付け」または 163 ページの「Internal Faceplate Transition (IFT) アダプターの取り付け」を参照)。
5. 以下に示すように、前面と背面のクロス・ブレース (10x P2 ねじ) を取り付けます。

注：最後に中央のねじを取り付けます。



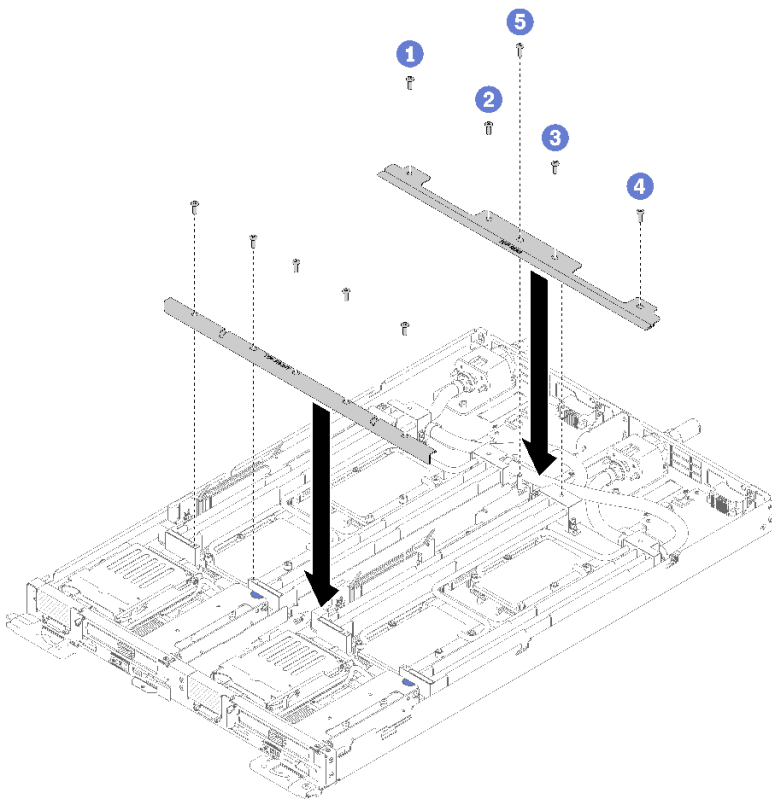


図 249. クロス・ブレースの取り付け

6. トレイ・カバーを再び取り付けます (220 ページの「トレイ・カバーの取り付け」を参照)。
7. トレイを再び取り付けます (255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照)。
8. 各ノードの電源 LED をチェックし、高速の点滅から低速の点滅に変わり、両方のノードの電源をオンにする準備ができていることを示していることを確認します。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

## DWC トレイの交換

DWC トレイ の取り外しまたは取り付けには、以下の手順を使用してください。

### エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し

エンクロージャーの DWC トレイ を取り外すには、この情報を使用します。

#### S002



#### 警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにす

るものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

DWCトレイ をエンクロージャーから取り外す前に:

1. 安全に作業を行うために、33 ページの「取り付けのガイドライン」をお読みください。
2. タスクを実行しようとしている対応する DWCトレイ の電源をオフにします。

DWCトレイ をエンクロージャーから取り外すには、以下のステップを実行してください。

ステップ 1. 図に示されているように、リリース・ラッチを回転させます。DWCトレイが、トレイ・ベイから約 0.6 cm (0.25 インチ) 外に出ます。

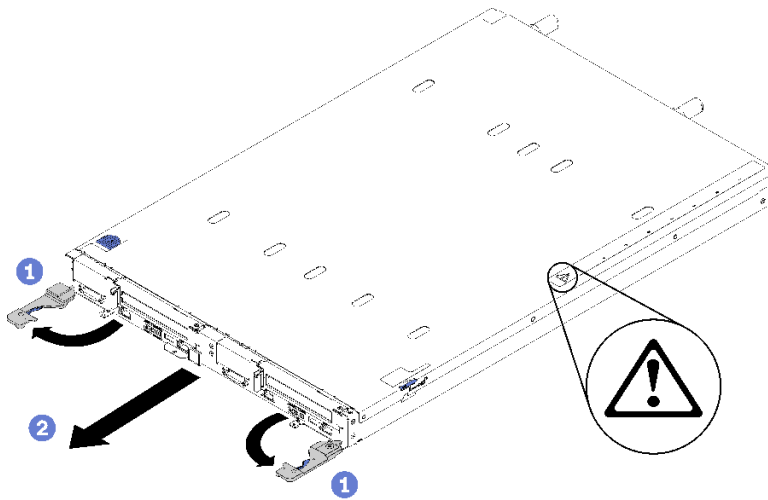


図 250. DWCトレイ の取り外し

**注意:**

- システムの冷却を適正に保つために、各トレイ・ベイにDWCトレイ またはトレイ・ベイ・フィラーを取り付けないまま ThinkSystem DW612 Neptune DWC エンクロージャー・タイプ 7D1L を作動させないでください。
- DWCトレイ を取り外す場合は、トレイ・ベイ番号をメモしてください。DWCトレイ を取り外した元とは異なるトレイ・ベイに再取り付けすると、意図しない結果になる可能性があります。一部の構成情報および更新オプションは、トレイ・ベイ番号に従って設定されます。DWCトレイ を別のトレイ・ベイに再取り付けする場合は、DWCトレイ の再構成が必要になる場合があります。

ステップ 2. 警告が表示されるまで、DW612 エンクロージャー の中から DWCトレイ を引き出します。カバーの右側にあるアイコン。次に、両手で手やグリップ・トレイ (〜 38 lb) を調整して、慎重にエンクロージャーから引き出します。

ステップ 3. DWCトレイ の作業が終了したら、できるだけ早くトレイを元の位置に戻してください。

コンポーネントまたはオプション装置を返却するよう指示された場合は、すべての梱包上の指示に従い、提供された配送用の梱包材がある場合はそれを使用してください。

**デモ・ビデオ**

[YouTube で手順を参照](#)

## エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け

DWC トレイ をエンクロージャーに取り付けるには、この情報を使用します。

S002



### 警告：

装置の電源制御ボタンおよびパワー・サプライの電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。デバイスには2本以上の電源コードが使われている場合があります。デバイスから完全に電気を取り除くには電源からすべての電源コードを切り離してください。

エンクロージャーに DWC トレイ を取り付けの前に：

1. 安全に作業を行うために、[33 ページの「取り付けのガイドライン」](#)をお読みください。

エンクロージャーに DWC トレイ を取り付けするには、以下の手順を実行します。

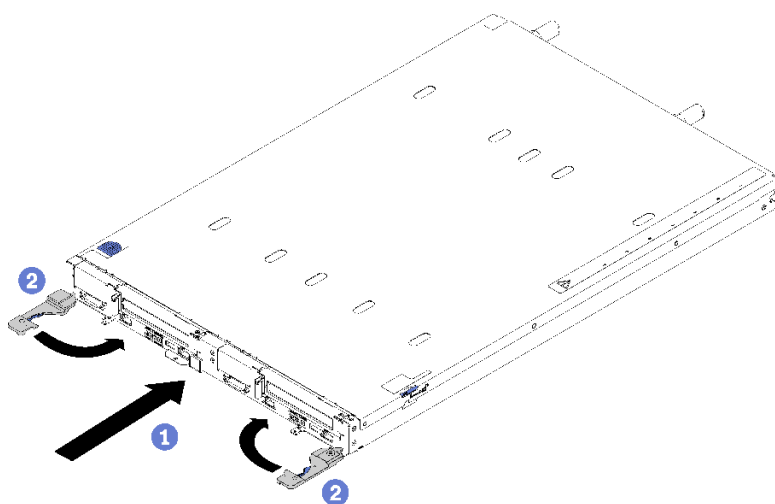


図251. DWC トレイ の取り付け

ステップ 1. トレイ・ベイを選択します。

### 注意：

- システムの冷却を適正に保つために、各トレイ・ベイにDWC トレイ またはトレイ・ベイ・フィラーを取り付けないまま ThinkSystem DW612 Neptune DWC エンクロージャー・タイプ 7D1L を作動させないでください。
- 取り外した DWC トレイを再取り付けする場合は、取り外したときと同じトレイ・ベイに取り付ける必要があります。一部の DWC トレイ 構成情報および更新オプションは、トレイ・ベイ番号に従って設定されます。DWC トレイを別のトレイ・ベイに再取り付けすると、予期しない影響がある可能性があります。DWC トレイを別のトレイ・ベイに再取り付けする場合、DWC ノードを再構成する必要がある場合があります。

ステップ 2. DWC トレイの前面ハンドルが開いた位置にあることを確認します。

ステップ 3. DWC トレイを、止まるまでトレイ・ベイに押し込みます。

ステップ 4. DWCトレイ の前面にある前面ハンドルを閉じて、エンクロージャーにトレイを固定します。

注：DWCトレイ を取り付けした後で、DWCトレイ のXCC を初期設定します。このプロセスは約 110 秒かかります。電源 LED が高速で点滅し、DWCトレイ 上の電源ボタンは、このプロセスが完了するまで応答しません。

ステップ 5. 電源ボタンを押して、DWCトレイ の両方のノードをオンにすることができます。

ステップ 6. ノードのコントロール・パネル上の電源 LED が継続的に点灯していることを確認します。これは、各ノードに電力が供給され、電源がオンになっていることを示します。

ステップ 7. 他に取り付けるトレイがある場合、ここで実行します。

DWCトレイ を初めてエンクロージャーに取り付ける場合は、Setup Utility を使用して DWCトレイ を構成し、DWCトレイ のオペレーティング・システムをインストールする必要があります。

DWCトレイ の構成を変更した場合、あるいは取り外した DWCトレイ とは別のトレイドを取り付ける場合は、Setup Utility を使用して DWCトレイ を構成する必要があります。また、DWCトレイ のオペレーティング・システムをインストールする必要がある場合があります。

## デモ・ビデオ

[YouTube で手順を参照](#)

---

## 部品交換の完了

以下の情報を使用して、部品交換を完了します。

部品交換を完了させるには、以下を行います。

1. すべての構成部品が正しく再配置されており、ソリューションの内部に工具が残されていたり、ねじが緩んだままになっていないことを確認します。
2. ソリューションのケーブルを正しく配線し、固定します。各コンポーネントのケーブルの接続と配線情報を参照してください。
3. ソリューション・カバーを取り外した場合は、再取り付けします。[220 ページの「トレイ・カバーの取り付け」](#)を参照してください。
4. 外部ケーブルと電源コードをソリューションに再接続します。

注意：コンポーネントが損傷を受けないようにするために、電源コードは最後に接続します。

5. ソリューション構成を更新します。
  - 最新のデバイス・ドライバーをダウンロードしてインストールします。<http://datacentersupport.lenovo.com>
  - システム・ファームウェアを更新します。[6 ページの「ファームウェア更新」](#)を参照してください。
  - UEFI 構成を更新します。
  - ホット・スワップ・ドライブまたは RAID アダプターを取り付けまたは取り外した場合は、ディスク・アレイを再構成します。「Lenovo XClarity Provisioning Manager ユーザー・ガイド」を参照してください。<http://datacentersupport.lenovo.com> でダウンロードできます。

注：システム・ボードの交換後に仮想ディスク/アレイが見つからない事態を避けるために、ミラーリング・イネーブルメント・キット・ファームウェアを含む ThinkSystem M.2 の最新バージョンが適用されていることを確認してください。

---

## 第 4 章 問題判別

ソリューションの使用時に生じる可能性のある問題を特定して解決するには、このセクションの情報を使用します。

Lenovo ソリューションと Lenovo サーバーを、特定のイベントが生成されると自動的に Lenovo サポートに通知するように構成できます。自動通知 (コール・ホームとも呼ばれます) は、Lenovo XClarity Administrator などの管理アプリケーションから構成できます。自動問題通知を構成している場合、重大な可能性があるイベントがソリューションで発生するたびに、Lenovo サポートに自動的に警告が送信されます。

問題を切り分けるには、通常、ソリューションを管理しているアプリケーションのイベント・ログを確認することから始める必要があります。

- Lenovo XClarity Administrator からソリューションを管理している場合、Lenovo XClarity Administrator イベント・ログから開始します。
- 他の管理アプリケーションを使用している場合は、Lenovo XClarity Controller イベント・ログから開始します。

---

### イベント・ログ

アラートは、イベントまたはイベントが発生しようとしていることを通知する、メッセージまたはその他の標識です。アラートは Lenovo XClarity Controller またはサーバーの UEFI によって生成されます。これらのアラートは Lenovo XClarity Controller イベント・ログに保存されます。サーバーが Chassis Management Module 2 または Lenovo XClarity Administrator によって管理されている場合、アラートはこれらの管理アプリケーションに自動的に転送されます。

注：イベントから回復するために実行する必要があるユーザー操作など、イベントのリストについては、以下の場所から入手可能な「メッセージとコードのリファレンス」を参照してください。

[http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SD650/pdf\\_files.html](http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SD650/pdf_files.html)

### Lenovo XClarity Administrator のイベント・ログ

Lenovo XClarity Administrator を使用してサーバー、ネットワーク、ストレージ・ハードウェアを管理している場合、XClarity Administrator を使用してすべての管理対象デバイスからのイベントを表示できます。

## Logs

The Event log provides a history of hardware and management conditions that have been detected.

Show:

All Event Sources

All Dates

Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source ID
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 incoming	Chassis	Jan 30, 20

図 252. Lenovo XClarity Administrator のイベント・ログ

XClarity Administrator からのイベントの使用方法について詳しくは、以下を参照してください。

[http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events\\_vieweventlog.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events_vieweventlog.html)

## SMM2 のイベント・ログ

SMM2 イベント・ログには、エンクロージャー内のすべてのノードから受け取るすべてのイベントのリストが入っています。さらに、電源および冷却に関連するイベントが含まれます。

注：新しい SMM2 イベントがイベント・ログの末尾に付けられます。ログには、最大 4,096 個のイベントを保存できます。さらにイベントを追加するには、ログをクリアする必要があります。

**Event Log**  
To sort system event logs, click the 'Date/Time'.

System Event Count (Current / Maximum) 8 / 4090

Event ID	Severity	Date/Time	Description
0x21070841		2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	NODE2_PRESENT Slot Or Connector sensor, informational was asserted
0x080707a5		2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PS2_EPOW: Power Supply sensor, Monitor was asserted
0x080701aa		2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PSU_Policy_Lost: Power Supply sensor, transition to Non-Critical from OK was asserted
0x086f03e1		2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PS2: Power Supply sensor, Power Supply input lost (AC/DC) was asserted
0x086f00e1		2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PS2: Power Supply sensor, Presence detected was asserted
0x086f00e0		2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PS1: Power Supply sensor, Presence detected was asserted
0x1d6f0030		2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	SMM4_POWER_ON: System Boot Initiated sensor, initiated by power up was asserted
0x106f0202		2017-04-18 13:29:41 (UTC+0000)	EvLogDisabled: Event Logging Disabled sensor, Log Area Reset/Cleared was asserted

図 253. SMM2 イベント・ログ

## Lenovo XClarity Controller イベント・ログ

Lenovo XClarity Controller は、温度、パワー・サプライの電圧、ファン速度、コンポーネントの状況など、内部物理変数を測定するセンサーを使用して、サーバーおよびコンポーネントの物理的な状況を監視します。Lenovo XClarity Controller は、システム管理ソフトウェアやシステム管理者用のさまざまなインターフェースを提供し、ユーザーがリモート管理やサーバー制御を実行できるようにします。

Lenovo XClarity Controller は、サーバーのすべてのコンポーネントを監視して、イベントを Lenovo XClarity Controller イベント・ログに送ります。



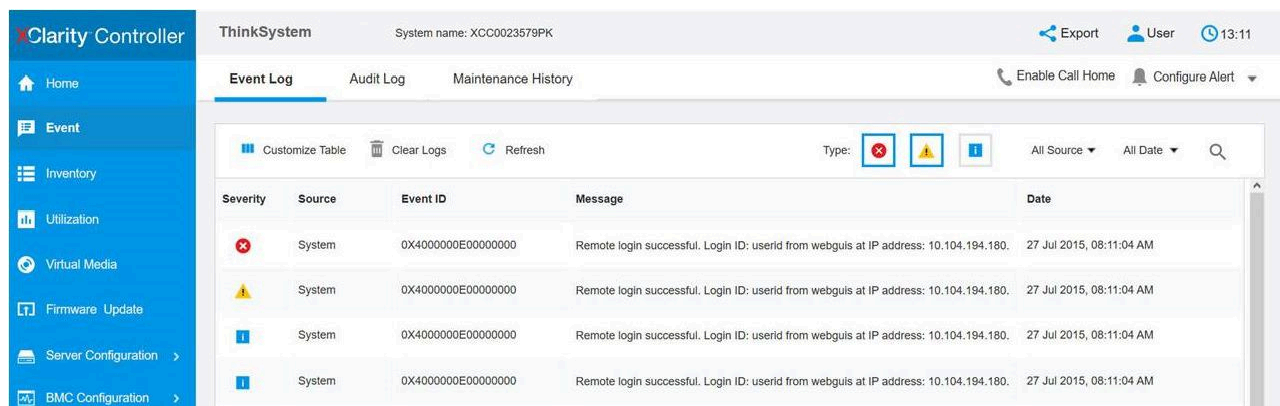


図 254. Lenovo XClarity Controller イベント・ログ

Lenovo XClarity Controller イベント・ログへのアクセスについては、以下を参照してください。

<https://pubs.lenovo.com/lxccc-overview/> にあるご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料の「イベント・ログの表示」セクション

## イベント・ログの収集

イベント・ログを収集するには、以下の手順を実行します。

### KVM ブレークアウト・モジュール/ケーブルを使用したイベント・ログの収集

1. F1 を押して Lenovo XClarity Provisioning Manager システム・セットアップ・インターフェースを表示し、XCC の IP アドレスを確認します。

注：デフォルト XCC の IP アドレスは 192.168.70.125 です。

2. XCC に接続します。
3. 次のコマンドを使用して、SMM ネットワークを有効にします。  
`ipmitool -I lanplus -H <XCC's IP> -U USERID -P PASSWORD raw 0x3A 0xF1 0x01`
4. ポータブル Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用して FFDC ログをダウンロードします。
5. (トレーニングを受けたサービス技術員のみ) FFDC ログを <https://servicetools.lenovo.com/index.shtml> にアップロードします。
6. (トレーニングを受けたサービス技術員のみ) ログ・データを診断して問題を調べ、257 ページの第 4 章「問題判別」の手順に従います。

### KVM ブレークアウト・モジュール/ケーブルを使用しないイベント・ログの収集

1. DHCP サーバーで IP アドレスを確認します。

注：DHCP サーバーがない、障害のあるノードがエンクロージャーに取り付けられていることを確認し、その他のノードをエンクロージャーから外します。

2. SMM RJ45 または共有 NIC 経由で専用 IP または静的 IP を使って XCC に接続します。

注：デフォルトでは、SMM 上の RJ45 ポートは XCC と直接通信します。

3. F1 を押して Lenovo XClarity Provisioning Manager システム・セットアップ・インターフェースを表示し、XCC の IP アドレスを確認します。

注：すべてのデフォルト XCC の IP アドレスは 192.168.70.125 です。SMM RJ45 ポートに接続しているデフォルト IP を持つ XCC が 1 つしかないことを確認してください。

4. XCC に接続します。
5. 次のコマンドを使用して、SMM ネットワークを有効にします。  
`ipmitool -I lanplus -H <XCC's IP> -U USERID -P PASSWORD raw 0x3A 0xF1 0x01`
6. ポータブル Lenovo XClarity Essentials OneCLI を使用して FFDC ログをダウンロードします。
7. (トレーニングを受けたサービス技術員のみ) FFDC ログを <https://servicetools.lenovo.com/index.shtml> にアップロードします。
8. (トレーニングを受けたサービス技術員のみ) ログ・データを診断して問題を調べ、[257 ページの第 4 章「問題判別」](#)の手順に従います。

## Lightpath 診断

Lightpath 診断は、トレイの各種外部コンポーネントおよび内部コンポーネント上にある LED のシステムで、これを使用して障害のあるコンポーネントを特定することができます。エラーが発生すると、トレイの前面にある前面オペレーター・パネルで LED が点灯し、次に障害が起こったコンポーネント上で点灯します。特定の順序で LED を確認することにより、多くの場合、エラーの原因を確認できます。

次の図は、オペレーター情報パネルにあるトレイの Lightpath 診断 LED を示しています。

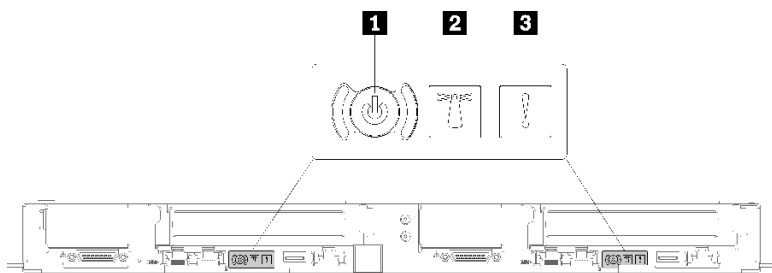


図 255. オペレーター情報パネル

表 30. Lightpath 診断 LED のステータスと操作

LED	説明	操作
<b>1</b> 電源ボタン/LED (緑色)	<p><b>オフ:</b> パワー・サプライが正しく取付けられていないか、LED 自体に障害があります。</p> <p><b>高速で点滅 (毎秒 4 回):</b> ノードの電源がオフになっていて、オンにする準備ができていません。電源制御ボタンは無効です。この状態は約 5 秒から 10 秒続きます。</p> <p><b>低速で点滅 (1 秒あたり 1 回):</b> ノードの電源がオフになっており、オンにできる状態です。電源制御ボタンを押すと、ノードの電源をオンにすることができます。</p>	電源ボタンを押すと、サーバーの電源を手動でオンまたはオフにできます。



表 30. Lightpath 診断 LED のステータスと操作 (続き)

LED	説明	操作
	点灯: ノードの電源はオンになっています。	
<b>2</b> システム・ロケーター LED (青色)	この LED はプレゼンス検出 LED として使用されます。Systems Director または Lenovo XClarity Controller を使用して、この LED をリモートで点灯させることができます。	この LED は、複数のトレイの中から該当のソリューションを視覚的に見付けるのに使用します。
<b>3</b> システム・エラー LED (オレンジ色)	LED がオン: エラーが発生しました。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. システム・ロケーター LED を確認し、ログ LED を確認して、指示に従います。</li> <li>2. Lenovo XClarity Controller イベント・ログおよびシステム・エラー・ログで、このエラーに関する情報を確認してください。</li> <li>3. 必要に応じてログを保存した後、そのログをクリアします。</li> </ol>

## パワー・サプライ LED

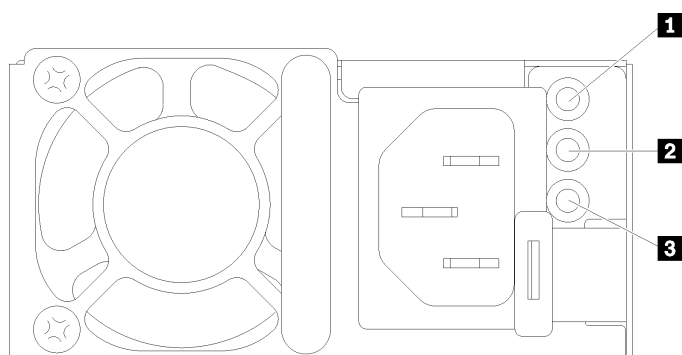


図 256. AC パワー・サプライ LED

<b>1</b> AC 電源 LED (緑色)	<b>3</b> パワー・サプライ・エラー LED (黄色)
<b>2</b> DC 電源 LED (緑色)	

次の表は、AC パワー・サプライ上にあるパワー・サプライ LED のさまざまな組み合わせによって示される問題と、検出された問題を修正するための推奨アクションを説明します。

AC パワー・サプライ LED			説明	操作	注
AC	DC	エラー (!)			

オン	オン/点滅	オフ	正常動作。		DC LED が 1Hz で点滅している場合、PSU はゼロ出力モードであり、DC 電力出力がない状態です。
オフ	オフ	オフ	ソリューションへの AC 電源供給がないか、AC 電源の問題。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ソリューションへの AC 電源をチェックします。</li> <li>2. 電源コードが正常に機能している電源に接続されていることを確認します。</li> <li>3. ソリューションを再起動します。エラーが解決されない場合は、パワー・サプライ LED を確認します。</li> <li>4. 問題が解決しない場合は、パワー・サプライを交換してください。</li> </ol>	AC 電源が供給されていないときは、これが正常な状態です。
オフ	オフ	オン	パワー・サプライに障害が発生しました。	パワー・サプライを交換してください。	
オフ	オン/点滅	オフ	パワー・サプライに障害が発生しました。	パワー・サプライを交換してください。	
オフ	オン/点滅	オン	パワー・サプライに障害が発生しました。	パワー・サプライを交換してください。	
オン	オフ	オフ	パワー・サプライが完全に装着されていないか、システム・ボードに障害があるか、あるいはパワー・サプライに障害が発生しています。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. パワー・サプライを取り付け直します。</li> <li>2. Power Configurator ユーティリティを使用して、現行のシステム電力使用量が制限未満であることを確認します。</li> <li>3. システム・ボード上のエラー LED および Lenovo XClarity Controller エラー・メッセージを確認します。</li> </ol>	一般的には、パワー・サプライが完全に差し込まれていない状態を示します。
オン	オフ	オン	パワー・サプライに障害が発生しました。	パワー・サプライを交換してください。	
オン	オン/点滅	オン	パワー・サプライに障害が発生しました。	パワー・サプライを交換してください。	

## システム・ボード LED

次の図は、システム・ボード上の発光ダイオード (LED) を示しています。

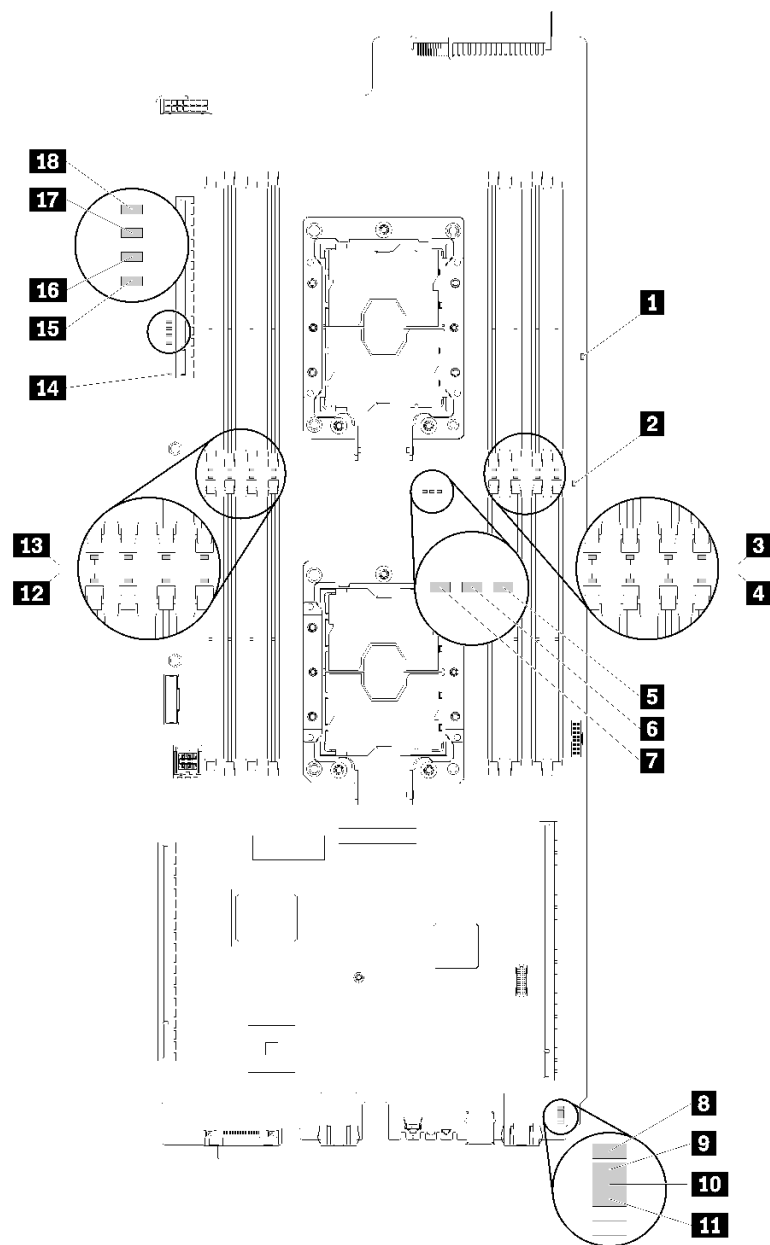


図 257. システム・ボード LED

表 31. システム・ボード LED

<b>1</b> Lightpath 電源 LED (緑色)	<b>10</b> LAN 診断 LED (黄色)
<b>2</b> ノード電源エラー LED (黄色)	<b>11</b> PCIe 1 エラー LED (黄色)
<b>3</b> DIMM 13-16 エラー LED (黄色)	<b>12</b> DIMM 1-4 エラー LED (黄色)
<b>4</b> DIMM 5-8 エラー LED (黄色)	<b>13</b> DIMM 9-12 エラー LED (黄色)
<b>5</b> プロセッサー 2 LED (黄色)	<b>14</b> スロット 4 エラー LED (黄色)
<b>6</b> プロセッサー・ミスマッチ LED (黄色)	<b>15</b> ドライブ 0 エラー LED (黄色)
<b>7</b> プロセッサー 1 LED (黄色)	<b>16</b> ドライブ 1 エラー LED (黄色)

表 31. システム・ボード LED (続き)

<b>8</b> Lenovo XClarity Controller 8051 ハートビート LED (緑色)	<b>17</b> Drive 2 エラー LED (黄色)
<b>9</b> バッテリー・エラー LED (黄色)	<b>18</b> ドライブ 3 エラー LED (黄色)

## ファン電源制御 (FPC) モジュール

次の図は、FPC モジュール上のコネクタおよび LED を示しています。

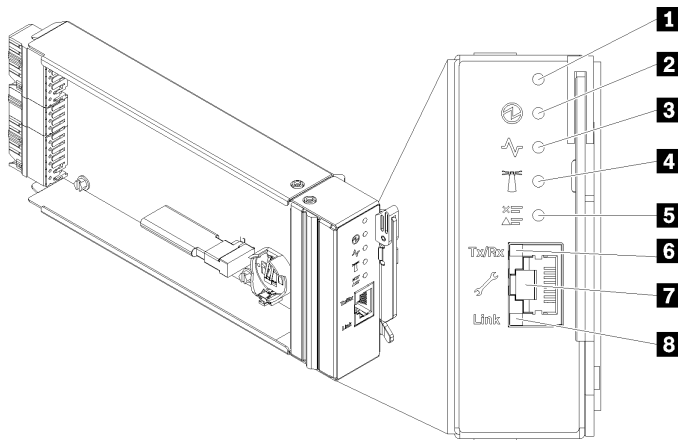


図 258. FPC コネクタおよび LED

表 32. FPC コネクタおよび LED

<b>1</b> リセット・ボタン穴	<b>5</b> チェック・ログ LED (黄色)
<b>2</b> 電源 LED (緑色)	<b>6</b> イーサネット・ポート活動 (RJ-45) LED (緑色)
<b>3</b> 活動 LED (緑色)	<b>7</b> FPC 管理アクセスの専用イーサネット・ポート
<b>4</b> 識別 LED (青色)	<b>8</b> イーサネット・ポート・リンク (RJ-45) LED (緑色)

**1** リセット・ボタン: 1 ~ 4 秒間ボタンを押して FPC をリブートします。4 秒以上押すと FPC がリブートされ、デフォルト設定がロードされます。

**2** 電源 LED: この LED (緑色) が点灯している場合、FPC に電力が供給されていることを示します。

**3** 活動 LED: この LED が点灯 (緑色) しているときは、FPC がアクティブでエンクロージャーを制御していることを示します。

**4** 識別 LED: この LED が点灯 (青色) している場合、ラックのエンクロージャーの場所を示します。

**5** チェック・ログ LED: この LED が点灯している場合 (黄色)、システム・エラーが発生したことを示しています。FPC イベント・ログを調べて、追加情報があるかどうか確認してください。

**6** イーサネット・ポート活動 (RJ-45) LED: この LED が点滅 (緑色) しているときは、管理ネットワーク上にリモート管理およびコンソール (イーサネット) ポートを介したアクティビティがあることを示しています。

**7** FPC 管理アクセス専用イーサネット・ポート: このコネクタを使用して FPC 管理にアクセスします。

**8** イーサネット・ポート・リンク (RJ-45) LED: この LED が点滅 (緑色) しているときは、管理ネットワーク上にリモート管理およびコンソール (イーサネット) ポートを介したアクティブ接続があることを示しています。

## ドリップ・センサー LED

次の図は、ドリップ・センサー上の発光ダイオード (LED) を示しています。

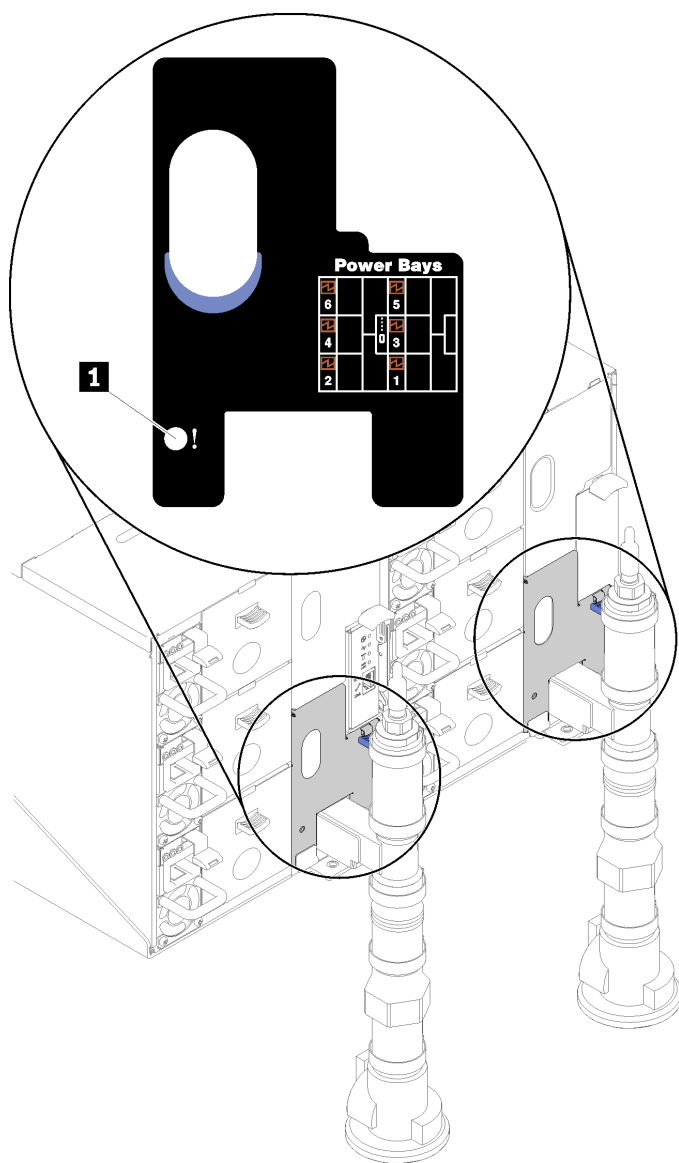


図 259. ドリップ・センサー LED

表 33. ドリップ・センサー LED

<b>1</b> ドリップ・センサー LED (黄色)
-----------------------------

**1 ドリップ・センサー LED:** この LED が点灯している場合 (黄色)、ドリップ・センサーが、対応する水受け溝で水を検出したことを示しています。

## 一般的な問題判別の手順

イベント・ログに特定のエラーが含まれていない場合、またはソリューションが機能しない場合に、問題を解決するにはこのセクションの情報を 사용합니다。

問題の原因がはっきりせず、パワー・サプライが正常に動作している場合、問題を解決するには、以下のステップを実行します。

1. ソリューションの電源をオフにします。
2. ソリューションのケーブルが正しく接続されていることを確認します。
3. 該当する場合は、障害を特定できるまで、以下のデバイスを一度に1つずつ、取り外すかまたは切り離します。デバイスを取り外したり、切り離すたびに、ソリューションの電源をオンにして構成します。
  - 外付けデバイス
  - サージ抑制デバイス (ソリューション上)
  - プリンター、マウス、および Lenovo 以外のデバイス
  - 各アダプター
  - ハードディスク・ドライブ
  - メモリー・モジュール (ソリューションでサポートされている最小構成まで減らします)サーバーの最小構成を判別するには、[1 ページの「仕様」](#)を参照してください。

注：ノードの起動に必要な最小構成は、1つのプロセッサと1つの2 GB DIMM です。

4. ソリューションの電源をオンにします。

アダプターをソリューションから取り外すと問題が解消されるが、同じアダプターを再度取り付けると問題が再発する場合は、アダプターを疑ってください。アダプターを別のものに交換しても問題が再発する場合は、別の PCIe スロットを試します。

ネットワーキングに問題があると思われるが、ソリューションがすべてのシステム・テストに合格した場合は、サーバーの外部のネットワーク配線に問題がある可能性があります。

## 電源が原因と思われる問題の解決

電源の問題を解決する際に困難が伴う可能性があります。たとえば、短絡がいずれかの配電バスのどこかに存在している可能性があります。通常は、短絡により、過電流状態が原因で電源サブシステムがシャットダウンします。  
電源の問題、解決

電源が原因と思われる問題を診断し解決するには、以下のステップを実行します。

ステップ 1. イベント・ログを参照して、電源に関連したエラーがあれば解決します。

注：ソリューションを管理しているアプリケーションのイベント・ログから始めます。イベント・ログについての詳細は、[257 ページの「イベント・ログ」](#)を参照してください

ステップ 2. また、短絡がないか (たとえば、回路ボード上に短絡の原因となる緩んだねじがないかどうか) を確認します。

ステップ 3. ソリューションがソリューションの起動に必要な最小構成になるまで、アダプターを取り外し、すべての内部デバイスおよび外部デバイスへのケーブルおよび電源コードを切り離します。ソリューションの最小構成を判別するには、[1 ページの「仕様」](#)を参照してください。

ステップ4. すべての AC 電源コードを再接続し、ソリューションの電源をオンにします。ソリューションが正常に起動した場合は、問題が特定されるまで、アダプターおよびデバイスを一度に1つずつ取り付け直します。

ソリューションが最小構成でも起動しない場合は、[261 ページの「パワー・サプライ LED」](#) を参照して、問題が特定されるまで、最小構成のコンポーネントを一度に1つずつ交換します。

## イーサネット・コントローラーが原因と思われる問題の解決

イーサネット・コントローラーをテストするために使用する方法は、使用しているオペレーティング・システムによって異なります。オペレーティング・システムの資料でイーサネット・コントローラーに関する情報を調べ、イーサネット・コントローラーのデバイス・ドライバーの readme ファイルを参照してください。

イーサネット・コントローラーに関する障害が疑われる問題の解決を試行するには、以下のステップを実行します。

ステップ1. サーバーに付属した正しいデバイス・ドライバーがインストール済みであること、およびそれらが最新レベルのものであることを確認してください。

ステップ2. イーサネット・ケーブルが正しく取り付けられていることを確認します。

- ケーブルは、すべての接続部がしっかりと接続されている必要があります。ケーブルが接続されているにもかかわらず、問題が解決しない場合は、別のケーブルで試してみてください。
- イーサネット・コントローラーを 100 Mbps または 1000 Mbps で動作するように設定した場合は、カテゴリ 5 のケーブルを使用する必要があります。

ステップ3. ハブが自動ネゴシエーションをサポートしているかどうかを調べます。サポートしていない場合は、内蔵イーサネット・コントローラーを、ハブの速度と二重モードに合わせて手動で構成してください。

ステップ4. サーバーの背面パネルにあるイーサネット・コントローラー LED をチェックします。これらの LED は、コネクタ、ケーブル、またはハブに問題があるかどうかを示します。

- イーサネット・コントローラーがハブからリンク・パルスを受信すると、イーサネット・リンク・状況 LED が点灯します。LED がオフの場合は、コネクタまたはケーブルに欠陥があるか、またはハブに問題がある可能性があります。
- イーサネット・コントローラーがイーサネット・ネットワークを介してデータを送信または受信すると、イーサネット送信/受信活動 LED が点灯します。イーサネットの送信/受信活動がオフの場合は、ハブとネットワークが作動していること、および正しいデバイス・ドライバーがインストールされていることを確認してください。

ステップ5. サーバー背面のネットワーク活動 LED をチェックしてください。ネットワーク活動 LED は、イーサネット・ネットワーク上でデータがアクティブのときに点灯します。ネットワーク活動 LED がオフの場合は、ハブおよびネットワークが稼働していること、および正しいデバイス・ドライバーがインストールされていることを確認してください。

ステップ6. 問題を引き起こしているオペレーティング・システム固有の原因がないかどうかをチェックし、オペレーティング・システムのドライバーが正しくインストールされていることを確認します。

ステップ7. クライアントとサーバーのデバイス・ドライバーが同じプロトコルを使用していることを確認します。

ハードウェアが正常に機能しているように見えるのに、イーサネット・コントローラーがネットワークに接続できない場合は、ネットワーク管理者は、ほかにエラーの原因が考えられないかどうかを調べる必要があります。

---

## 症状別トラブルシューティング

この情報を参照して、識別可能な症状がある問題の解決策を見つけてください。

このセクションの現象ベースのトラブルシューティング情報を使用するには、以下のステップを実行してください。

1. ソリューションを管理するアプリケーションのイベント・ログを確認し、推奨アクションに従ってイベント・コードを解決します。
  - Lenovo XClarity Administrator からソリューションを管理している場合、Lenovo XClarity Administrator イベント・ログから開始します。
  - 他の管理アプリケーションを使用している場合は、Lenovo XClarity Controller イベント・ログから開始します。イベント・ログについての詳細は、[257 ページの「イベント・ログ」](#)を参照してください
2. このセクションをチェックして発生している現象を見つけ、推奨アクションに従って問題を解決します。
3. 問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください ([287 ページの「サポートへのお問い合わせ」](#)を参照)。

## 電源オンおよび電源オフの問題

ソリューションを電源オンまたは電源オフする場合は、この情報を使用して問題を解決します。

- [268 ページの「組み込みハイパーバイザーがブート・リストにない」](#)
- [268 ページの「ソリューションの電源がオンにならない」](#)
- [269 ページの「ソリューションの電源がオフにならない」](#)

### 組み込みハイパーバイザーがブート・リストにない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. オプションの組み込みハイパーバイザー・フラッシュ・デバイスが、起動時にブート・マネージャーの「<F12> Select Boot Device」で選択されていることを確認します。
2. オプションの組み込みハイパーバイザー・フラッシュ・デバイスに付属の資料を参照して、デバイスが正しく構成されていることを確認します。
3. 他のソフトウェアがソリューション上で動作することを確認します。

### ソリューションの電源がオンにならない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. アウト・オブ・バンド・ネットワーク・インターフェースを介して XCC Web ページにログインできることを確認します。
2. 電源ボタン LED を確認します。電源ボタン LED の点滅が低速になった場合、電源ボタンを押してソリューションの電源をオンにします。
3. パワー・サプライが正しく取り付けられており、パワー・サプライの LED が正常に点灯していることを確認します。
4. エラーが再発する場合、FFDC ログで詳細を確認します。

注：FFDC ログの収集の詳細については、[259 ページの「イベント・ログの収集」](#)を参照してください。



## ソリューションの電源がオフにならない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. 拡張構成と電力インターフェース (ACPI) オペレーティング・システムを使用しているか、非 ACPI オペレーティング・システムかを調べます。非 ACPI オペレーティング・システムを使用している場合は、以下のステップを実行します。
  - a. Ctrl+Alt+Delete を押します。
  - b. 電源ボタンを 5 秒間押したままにして、ソリューションの電源をオフにします。
  - c. ソリューションを再起動します。
  - d. もしソリューションが POST で障害を起こし電源ボタンが働かない場合は、電源コードを 20 秒間外してから、電源コードを再接続してソリューションを再起動してください。
2. それでも問題が続くか、ACPI 対応のオペレーティング・システムを使用している場合は、システム・ボードが原因の可能性があります。

## メモリーの問題

この情報を使用して、メモリーに関する問題を解決してください。

- [269 ページの「表示されるシステム・メモリーが取り付けられている物理メモリーよりも小さい」](#)
- [270 ページの「1 つのチャネル内の複数のメモリー・モジュールで障害の発生が確認された」](#)
- [271 ページの「別の DCPMM モードへの変更が失敗する」](#)
- [271 ページの「余分な名前空間がインターリーブ領域に表示される」](#)

### 表示されるシステム・メモリーが取り付けられている物理メモリーよりも小さい

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

注：メモリー・モジュールの取り付けあるいは取り外しを行う場合は、必ずソリューションを電源から切り離す必要があります。ソリューションを再起動する場合は、10 秒間待ってから行ってください。

1. 次の点を確認します。
  - オペレーター情報パネル上のエラー LED がどれも点灯していない。
  - メモリー・ミラーリング・チャネルが不一致の原因ではない。
  - メモリー・モジュールが正しく取り付けられている。
  - 正しいタイプのメモリー・モジュールを取り付けている (要件については[1 ページの「仕様」](#)を参照してください)。
  - メモリーを変更した場合、Setup Utility でメモリー構成を更新した。
  - すべてのメモリー・バンクが有効になっている。ソリューションが問題を検出したときにメモリー・バンクを自動的に無効にしたか、メモリー・バンクが手動で無効にされた可能性があります。
  - ソリューションを最小メモリー構成にしたときに、メモリー・ミスマッチがない。
  - DCPMM が取り付けられている場合：
    - a. アプリ・ダイレクト・モードまたは混在メモリー・モードでメモリーが設定されている場合は、DCPMM を交換する前に、保存したデータをバックアップします。作成したネームスペースはすべて削除されます。
    - b. 「セットアップ・ガイド」の「Intel Optane DC Persistent Memory Module (DCPMM) のセットアップ」を参照して、表示されているメモリーがモードの説明に適合するかどうかを参照してください。

- c. DCPMM で最近になってメモリー・モードに設定した場合、アプリ・ダイレクト・モードに戻し、削除されたネームスペースがないことを確認します(「セットアップ・ガイド」の「Intel Optane DC Persistent Memory Module (DCPMM) のセットアップ」を参照してください)。
  - d. Setup Utility を起動し、「システム構成およびブート管理」→「Intel Optane DCPMM」→「セキュリティー」を選択して、すべての DCPMM ユニットのロックが解除されていることを確認します。
2. メモリー・モジュールを取り付け直し、ソリューションを再起動します。
  3. 以下のようにして、POST エラー・ログをチェックします。
    - メモリー・モジュールがシステム管理割り込み (SMI) によって無効にされていた場合は、そのメモリー・モジュールを交換します。
    - メモリー・モジュールがユーザーまたは POST によって無効にされた場合は、メモリー・モジュールを取り付け直します。その後、Setup Utility を実行して、メモリー・モジュールを有効にします。
  4. メモリー診断を実行します。ソリューションを起動して画面の指示に従ってキーを押すと、デフォルトでは、LXPM インターフェースが表示されます。(詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にあるご使用のソリューションと互換性のある LXPM 資料の「起動」セクションを参照してください)。このインターフェースでメモリー診断を実行できます。診断ページから、「診断」→「診断の実行」→「メモリー・テスト」または「DCPMM テスト」に移動します。

DCPMM が取り付けられている場合、現在の DCPMM モードに基づいて診断を実行します。

- アプリ・ダイレクト・モード
  - DCPMM の DCPMM テストを実行します。
  - DRAM DIMM のメモリー・テストを実行します。
- メモリー・モードおよび混在メモリー・モード
  - DCPMM のアプリ・ダイレクト容量の DCPMM テストを実行します。
  - DCPMM のメモリー容量のメモリー・テストを実行します。

注：これら 2 つのモードで DRAM DIMM は、キャッシュとして動作し、メモリー診断には適用されません。

5. (同じプロセッサの) チャンネル間でモジュールの位置を逆にしてから、ソリューションを再起動します。問題がメモリー・モジュールに関連したものである場合は、障害のあるメモリー・モジュールを交換します。

注：DCPMM が取り付けられている場合、メモリー・モードではこの方法のみを選択してください。

6. Setup Utility を使用してすべてのメモリー・モジュールを再度有効にし、システムを再起動します。
7. (トレーニングを受けた技術員のみ) 障害のあるメモリー・モジュールを、プロセッサ 2 のメモリー・モジュール・コネクタ(取り付けられている場合)に取り付け、問題がプロセッサに関するものでないこと、あるいはメモリー・モジュール・コネクタに関するものでないことを確認します。
8. (トレーニングを受けた技術員のみ) ノードを交換します。

### 1 つのチャンネル内の複数のメモリー・モジュールで障害の発生が確認された

注：メモリー・モジュールの取り付けあるいは取り外しを行う場合は、必ずソリューションを電源から切り離す必要があります。ソリューションを再起動する場合は、10 秒間待ってから行ってください。

1. メモリー・モジュールを取り付け直し、ソリューションを再起動します。
2. 識別された中から最も大きい番号のメモリー・モジュール・ペアを取り外し、同一で良品と判明しているメモリー・モジュールと取り替えて、ソリューションを再起動します。解決するまで上記を繰り返します。識別されたすべてのメモリー・モジュールを交換した後も障害が続く場合は、ステップ 4 に進みます。

3. 取り外したメモリー・モジュールを一度に1つずつ元のコネクタに戻し、各メモリー・モジュールごとにソリューションを再起動し、あるメモリー・モジュールが障害を起こすまで繰り返します。障害を起こした各メモリー・モジュールを、同一と正常と判明しているメモリー・モジュールと交換し、各メモリー・モジュールを交換するごとにソリューションを再起動します。取り外したすべてのメモリー・モジュールのテストが完了するまで、ステップ3を繰り返します。
4. 確認されたメモリー・モジュールのうち、最も数字の大きいものを交換し、ソリューションを再起動します。解決するまで上記を繰り返します。
5. (同じプロセッサの) チャンネル間でメモリー・モジュールの位置を逆にしてから、ソリューションを再始動します。問題がメモリー・モジュールに関連したものである場合は、障害のあるメモリー・モジュールを交換します。
6. (トレーニングを受けた技術員のみ) 障害のあるメモリー・モジュールを、プロセッサ2のメモリー・モジュール・コネクタ(取り付けられている場合)に取り付け、問題がプロセッサに関するものではないこと、あるいはメモリー・モジュール・コネクタに関するものでないことを確認します。
7. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム・ボードを交換します。

### 別の DCPMM モードへの変更が失敗する

DCPMM モードを変更し、システムが正常に再起動した後、DCPMM モードが変更されず、同じモードが続く場合は、DRAM DIMM および DCPMM の容量をチェックして新しいモードの要件を満たしていることを確認します(「セットアップ・ガイド」の「DC Persistent Memory Module (DCPMM) のセットアップ」を参照してください)。

### 余分な名前空間がインターリーブ領域に表示される

1つのインターリーブ地域で2つの名前空間が作成されている場合、VMware ESXi では作成された名前空間が無視され、システムのブート中に余分な新しい名前空間が作成されます。この問題を解決するには、ESXi で最初にブートする前に、Setup Utility またはオペレーティング・システムのいずれかで、作成された名前空間を削除します。

## ハードディスク・ドライブの問題

ハードディスク・ドライブに関連した問題を解決するには、この情報を使用します。

- [271 ページの「ソリューションがハードディスク・ドライブを認識しない」](#)

### ソリューションがハードディスク・ドライブを認識しない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. ドライブがソリューションでサポートされていることを確認します。サポートされるハードディスク・ドライブのリストについては、<https://serverproven.lenovo.com/>を参照してください。
2. ドライブがドライブ・ベイに正しく装着されていること、およびドライブ・コネクタに物理的損傷がないことを確認します。
3. SAS/SATA アダプターおよびハードディスク・ドライブに対して診断テストを実行します。ソリューションを起動し、画面の指示に従ってキーを押すと、デフォルトでは、LXPM インターフェースが表示されます。(詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にあるご使用のソリューションと互換性のある LXPM 資料の「起動」セクションを参照してください)。このインターフェースからハードディスク・ドライブ診断を実行できます。診断ページから、「診断の実行」→「ディスク・ドライブ・テスト」の順にクリックします。

これらのテストに基づいて以下を実行します。

- アダプターがテストに合格したがドライブが認識されない場合は、バックプレーン信号ケーブルを交換してテストを再度実行します。
- バックプレーンを交換します。

- アダプターがテストに失敗する場合は、バックプレーン信号ケーブルをアダプターから切り離してから再度テストを実行します。
- アダプターがこのテストに失敗する場合は、アダプターを交換します。

## 水漏れの問題

この情報を使用して、水漏れに関する問題を解決してください。

SD650 の設計は堅牢なため、漏れが起こることはほとんどありません。エンクロージャーの外部で水が見つかった場合、エンクロージャーおよびラック・パワー・サプライの両方が取り外されていることを確認します。エンクロージャーの外部で水は見つからないが、エンクロージャーまたは6個のコンピュート・トレイのいずれかで水漏れの疑いがある場合は、以下の手順を実行して漏れの原因を判別してください。エンクロージャーには、水漏れを検出する1組のドリップ・センサー・アセンブリーが装備されています。

注：漏れが少ないと、どのドリップ・センサーにも届かず、警告がトリガーされない可能性があります。小さい漏れは目視での確認が必要な場合があります。

### 漏れが疑われる現象

漏れの問題が原因で、次のような状況が生じる可能性があります。

- プロセッサの過熱エラー (ノードの前面にあるシステム・エラー「!」LED が点灯することにより示されます)
- 1つまたは複数のノードが予期せずシャットダウンする
- エンクロージャー FPC 管理により、以下のイベントが報告される場合があります。
  - Leak\_Snsr1\_FAULT
  - Leak\_Snsr2\_FAULT
  - LeakSnr1\_Missing
  - LeakSnr2\_Missing

考えられる漏れの原因

- 取り付けまたは取り外し手順でのクイック接続における漏れ
- 水ループ管における漏れ

考えられる漏れの原因を特定できるまで、以下の手順を順序どおりに実行します。

1. エンクロージャーの FPC メッセージをチェックし、漏れの警告が報告されていないかどうかを確認します。詳しくは、「メッセージとコードのリファレンス」を参照してください。
2. ラックの背面に移動し、各エンクロージャーの左側と右側にあるドリップ・センサー LED の状況を目視でチェックします。

通常は、ラックごとに複数のエンクロージャーがあります。各エンクロージャーには、ドリップ・センサーが2つあります。

注：各エンクロージャーはドリップ・センサーが2つあり、センサーがドリップ・センサーの水受け溝で水分を検出した場合、下部 EMC シールドの左下脚にある穴から黄色の LED が点灯するのを確認できます。

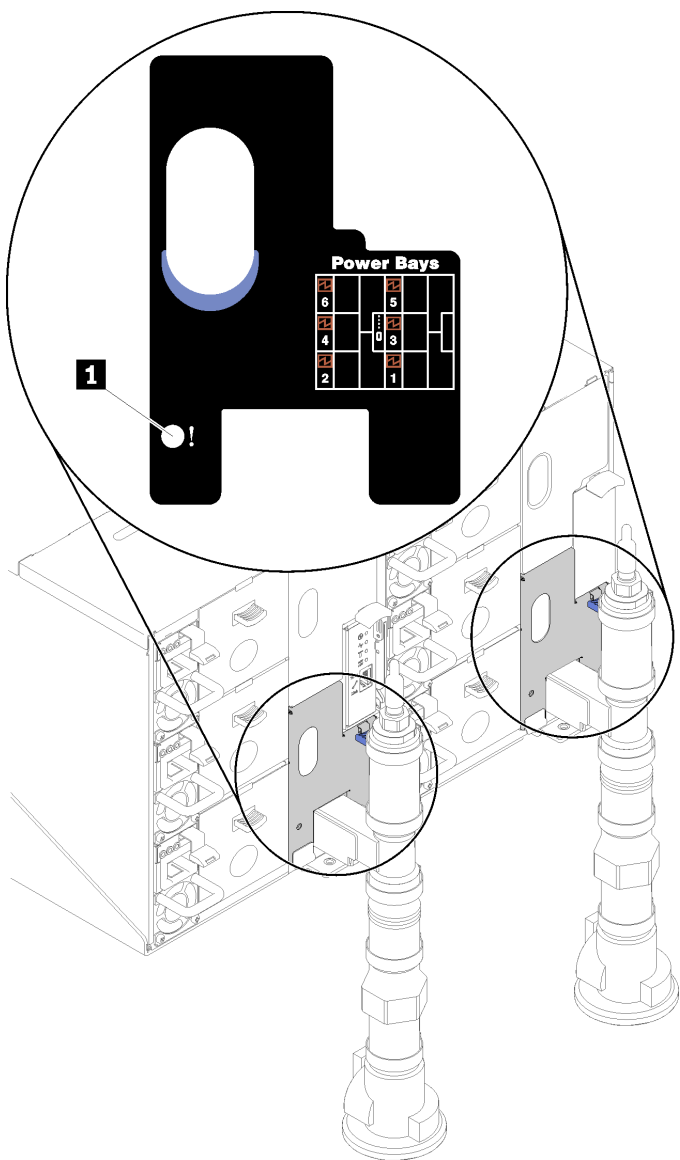


図 260. ドリップ・センサー LED

表 34. ドリップ・センサー LED

**1** ドリップ・センサー LED (黄色)

3. ドリップ・センサーの水受け溝に水分がないか目視で確認します。
  - a. 左側のドリップ・センサーの前面にある左下 EMC シールドを削除します。

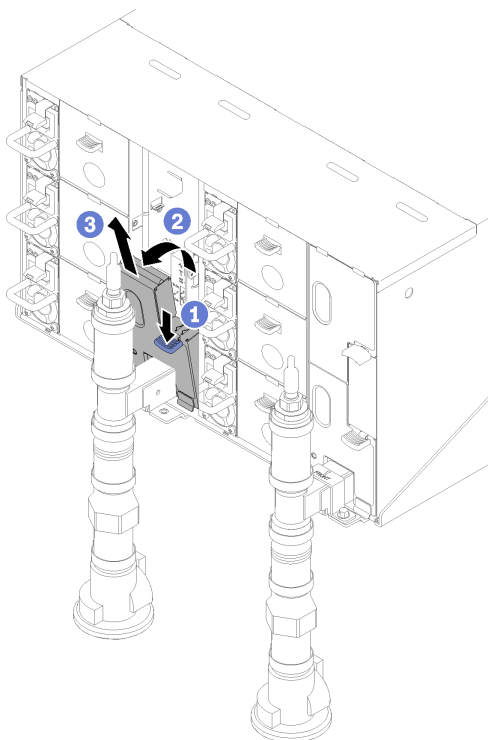


図 261. 左下 EMC シールドの取り外し

- b. フラッシュライトを使用して、プラスチックの水受け溝に水分がないか目視で検査します。
- c. EMC シールドを再取り付けします。

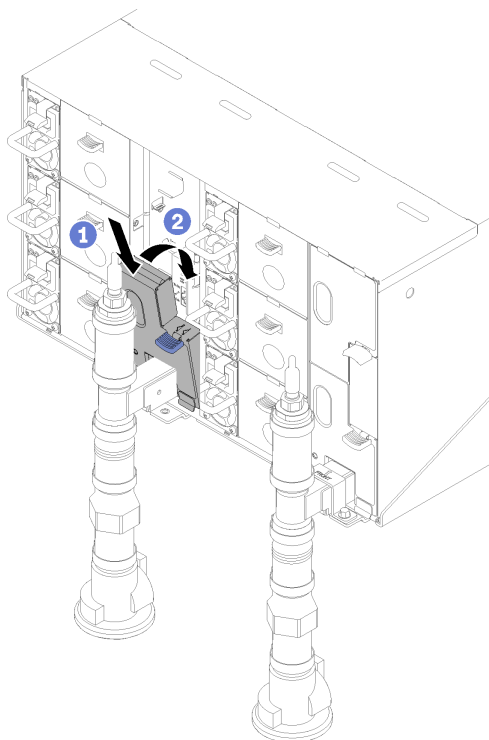


図262. 左下 EMC シールドの取り付け

- d. 右側のドリップ・センサーの水受け溝で手順を繰り返します。
4. OS から、または電源ボタンを 5 秒間長押しして、すべてのノードの電源をオンにします。

注：各ノード (コンピュート・トレイあたり 2 つ) の緑色の電源 LED が点滅し、ノードがスタンバイ状態であることが示されます。

5. 電源コードを 6 つのエンクロージャー・パワー・サプライすべてから切り離します。

重要：エンクロージャーで漏れを確認する前に、エンクロージャー全体の電源を完全に切り離します。

6. 水ループに水分がないかチェックします。
  - a. エンクロージャーから上部ノード (ベイ 11 および 12) を取り外して (253 ページの「エンクロージャーからの DWC トレイの取り外し」を参照)、安定した作業面に置き、カバーを取り外して (219 ページの「トレイ・カバーの取り外し」を参照)、水ループ全体に水分の兆候がないか慎重に検査します (ゴム製および銅製の管の下)。コンピュート・トレイをエンクロージャーに再取り付けします (255 ページの「エンクロージャーへの DWC トレイの取り付け」を参照)。
  - b. ベイ 9 およびベイ 10 でトレイの手順を繰り返します。
  - c. ベイ 7 およびベイ 8 でトレイの手順を繰り返します。
  - d. ベイ 5 およびベイ 6 でトレイの手順を繰り返します。
  - e. ベイ 3 およびベイ 4 でトレイの手順を繰り返します。
  - f. ベイ 1 およびベイ 2 でトレイの手順を繰り返します。

注：一番下のトレイ (ベイ 1 および 2) をエンクロージャーに再取り付けする前に、フラッシュライトを使用してエンクロージャーの下部を目視で検査します。

7. 上記の手順で問題を特定できない場合、1 つ以上のトレイ水ループの交換が必要になることがあります (238 ページの「ウォーター・ループの交換」を参照)。さらにサポートが必要な場合は、製品エンジニアにお問い合わせください。



**重要：**上記の手順では、Lenovo DWC ソリューションについてのみ扱っています (Eaton ボール・バルブから多岐管と、エンクロージャーおよびコンピュート・トレイまで)。データ・センターの冷却水配分装置で低水位アラートが繰り返しまたは頻繁に発生する場合、冷却水配分装置と Lenovo DWC ソリューション (ラック) の間にあるデータ・センターの配管を検査する必要があります。

## モニターおよびビデオの問題

モニターまたはビデオの問題を解決するには、この情報を使用してください。

- [276 ページの「画面に何も表示されない」](#)
- [276 ページの「一部のアプリケーション・プログラムを起動すると画面に何も表示されなくなる」](#)
- [276 ページの「モニターに画面ジッターがあるか、または画面イメージが波打つ、読めない、ローリングする、またはゆがむ」](#)

### 画面に何も表示されない

1. ソリューションが KVM スイッチに接続されている場合は、問題の原因を除去するために KVM スイッチをバイパスします。モニター・ケーブルをソリューションの背面にある正しいモニター・コネクタに直接接続してみます。
2. オプションのビデオ・アダプターを取り付けていると、管理コントローラー・リモート・プレゼンス機能は無効になります。管理コントローラー・リモート・プレゼンス機能を使用するには、オプションのビデオ・アダプターを取り外します。
3. ソリューションの電源をオンにしたときにソリューションにグラフィック・アダプターが取り付けられている場合、約 3 分後に Lenovo ロゴが画面上に表示されます。これは、システム・ロード中の正常な動作です。
4. 次の点を確認します。
  - ソリューションの電源がオンになっている。ソリューションの電源がオフの場合。
  - モニター・ケーブルが正しく接続されている。
  - モニターの電源が入っていて、輝度とコントラストが正しく調節されているか。
5. モニターが正しいソリューションで制御されていることを確認します (該当する場合)。
6. 破損したソリューション・ファームウェアがビデオに影響を及ぼしていないことを確認します。 [6 ページの「ファームウェア更新」](#) を参照してください。
7. システム・ボードの LED を監視し、コードが変化する場合は、ステップ 6 に進みます。
8. 次のコンポーネントを、リストに示されている順序で一度に 1 つずつ交換し、そのたびにソリューションを再起動します。
  - a. モニター
  - b. ビデオ・アダプター (取り付けられている場合)
  - c. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム・ボード

### 一部のアプリケーション・プログラムを起動すると画面に何も表示されなくなる

1. 次の点を確認します。
  - アプリケーション・プログラムが、モニターの能力を超える表示モードを設定していない。
  - アプリケーションに必要なデバイス・ドライバがインストールされている。

### モニターに画面ジッターがあるか、または画面イメージが波打つ、読めない、ローリングする、またはゆがむ

1. モニターのセルフテストで、モニターが正しく作動していることが示された場合は、モニターの位置を検討してください。その他のデバイス (変圧器、電気製品、蛍光灯、および他のモニターなど) の周囲の磁界が、画面のジッターや波打ち、判読不能、ローリング、あるいは画面のゆがみの原因となる可能性があります。そのような場合は、モニターの電源をオフにしてください。



**注意：**電源を入れたままカラー・モニターを移動すると、画面がモノクロになることがあります。デバイスとモニターの間を 305 mm (12 インチ) 以上離してから、モニターの電源をオンにします。

**注：**

- a. ディスケット・ドライブの読み取り/書き込みエラーを防ぐため、モニターと外付けディスク・ドライブの間を 76 mm (3 インチ) 以上にします。
  - b. Lenovo 以外のモニター・ケーブルを使用すると、予測不能な問題が発生することがあります。
2. モニター・ケーブルを取り付け直します。
  3. ステップ 2 にリストされているコンポーネントを、示されている順序で、一度に 1 つずつ交換し、そのつどソリューションを再起動します。
    - a. モニター・ケーブル
    - b. ビデオ・アダプター (取り付けられている場合)
    - c. モニター
    - d. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム・ボード。

## キーボード、マウス、KVM スイッチまたは USB デバイスの問題

キーボード、マウス、KVM スイッチまたは USB デバイスに関連した問題を解決するには、この情報を使用します。

- [277 ページの「キーボードのすべてのキーまたは一部のキーが機能しない」](#)
- [277 ページの「マウスが機能しない」](#)
- [278 ページの「KVM スイッチの問題」](#)
- [278 ページの「USB デバイスが機能しない」](#)

### キーボードのすべてのキーまたは一部のキーが機能しない

1. 次の点を確認します。
  - キーボード・ケーブルがしっかりと接続されている。
  - ソリューションとモニターの電源がオンになっている。
2. USB キーボードを使用している場合は、Setup Utility を実行してキーボードなし操作を有効にします。
3. USB キーボードを使用しており、キーボードが USB ハブに接続されている場合、キーボードをハブから切り離し、直接ソリューションに接続します。
4. 使用可能な場合は、USB キーボードを別の USB ポートに取り付けるようにします。
5. キーボードを交換します。

### マウスが機能しない

1. 次の点を確認します。
  - マウスのケーブルがソリューションにしっかりと接続されている。
  - マウスのデバイス・ドライバーが正しくインストールされている。
  - ソリューションとモニターの電源がオンになっている。
  - マウス・オプションが Setup Utility で有効にされている。
2. USB マウスを使用していてキーボードが USB ハブに接続されている場合は、マウスをハブから切り離してソリューションに直接接続します。
3. 使用可能な場合は、USB マウスを別の USB ポートに取り付けるようにします。
4. マウスを交換します。

## KVM スイッチの問題

1. ご使用のソリューションで KVM スイッチがサポートされていることを確認します。
2. KVM スイッチの電源が正常にオンになっていることを確認します。
3. キーボード、マウス、またはモニターをソリューションに直接接続すれば正常に動作する場合は、KVM スイッチを交換します。

## USB デバイスが機能しない

1. 次の点を確認します。
  - 正しい USB デバイス・ドライバがインストールされている。
  - オペレーティング・システムが USB デバイスをサポートしている。
2. システム・セットアップで USB 構成オプションが正しく設定されていることを確認します。

ソリューションを再起動し、画面の指示に従ってキーを押して、LXPM システム・セットアップ・インターフェースを表示します。(詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> にあるご使用のソリューションと互換性のある LXPM 資料の「起動」セクションを参照してください)。次に、「システム設定」→「デバイスおよび I/O ポート」→「USB 構成」の順にクリックします。
3. USB ハブを使用している場合は、USB デバイスをハブから切り離しソリューションに直接接続してみます。

## オプションのデバイスの問題

オプションのデバイスに関連した問題を解決するには、この情報を使用します。

- [278 ページの「不十分な PCIe リソースが検出されました。」](#)
- [278 ページの「新たに取り付けられた Lenovo オプション・デバイスが作動しない。」](#)
- [279 ページの「前に動作していた Lenovo オプション装置が動作しなくなった」](#)

### 不十分な PCIe リソースが検出されました。

「不十分な PCI リソースが検出されました」というエラー・メッセージが表示された場合は、問題が解決されるまで以下のステップを実行します。

1. PCIe アダプターの 1 つを取り外します。
2. システムを再起動し、F1 を押して Lenovo XClarity Provisioning Manager システム・セットアップ・インターフェースを表示します。
3. 「UEFI セットアップ」→「システム設定」→「デバイスおよび I/O ポート」→「MM 構成ベース」の順にクリックして、メモリー容量を下げるように設定を変更します。たとえば、3 GB から 2 GB に変更したり、2 GB から 1 GB に変更したりします。
4. 設定を保存して、システムを再起動します。
5. このステップの操作は、リブートが成功するかどうかで異なります。
  - リブートが成功する場合は、ソリューションをシャットダウンして、取り外した PCIe カードを再取り付けします。
  - リブートが失敗する場合は、ステップ 2 からステップ 5 を繰り返します。

### 新たに取り付けられた Lenovo オプション・デバイスが作動しない。

1. 次の点を確認します。
  - デバイスがソリューションでサポートされている (<https://serverproven.lenovo.com/> を参照)。
  - デバイスに付属の取り付け手順に従い正しい取り付けがされている。
  - 取り付けた他のデバイスやケーブルを外していない。
  - Setup Utility で構成情報を更新した。メモリーまたは他のデバイスを変更する場合は、必ず構成を更新する必要があります。

2. 取り付けたデバイスを取り付け直します。
3. 取り付けたデバイスを交換します。

#### 前に動作していた Lenovo オプション装置が動作しなくなった

1. デバイスのケーブルがすべてしっかりと接続されていることを確認してください。
2. デバイスにテスト手順が付属している場合は、その手順を使用してデバイスをテストします。
3. 障害が起きた装置が SCSI 装置である場合は、以下の点を確認します。
  - 外付け SCSI 装置のケーブルが、すべて正しく接続されているか。
  - 外付け SCSI 装置の電源がオンになっているか。ソリューションの電源をオンにする前に、外付け SCSI 装置の電源をオンにする必要があります。
4. 障害のある装置を取り付け直します。
5. 障害のあるデバイスを交換します。

## シリアル・デバイスの問題

シリアル・デバイスに関連した問題を解決するには、この情報を使用します。

- [279 ページの「オペレーティング・システムによって識別されたシリアル・ポートの数が、取り付けられたポートの数より少ない」](#)
- [279 ページの「シリアル・デバイスが動作しない」](#)

#### オペレーティング・システムによって識別されたシリアル・ポートの数が、取り付けられたポートの数より少ない

1. 次の点を確認します。
  - Setup Utility で各ポートに固有のアドレスが割り当てられており、どのシリアル・ポートも無効にされていない。
  - シリアル・ポート・アダプター (装着されている場合) がしっかりと取り付けられている。
2. シリアル・ポート・アダプターを取り付け直します。
3. シリアル・ポート・アダプターを交換します。

#### シリアル・デバイスが動作しない

1. 次の点を確認します。
  - デバイスはソリューションと互換性がある。
  - シリアル・ポートは有効になっており、固有のアドレスが割り当てられている。
  - デバイスは適切なコネクタに接続されている ([19 ページの「システム・ボードの内部コネクタ」](#)を参照)。
2. 以下のコンポーネントを取り付け直します。
  - a. 障害を起こしているシリアル・デバイス
  - b. シリアル・ケーブル
3. 次のコンポーネントを一度に1つずつ交換し、そのたびにソリューションを再起動します。
  - a. 障害を起こしているシリアル・デバイス
  - b. シリアル・ケーブル
4. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム・ボードを交換します。

## 再現性の低い問題

再現性の低い問題を解決するには、この情報を使用します。

- [280 ページの「再現性の低い外部デバイスの問題」](#)

- 280 ページの「再現性の低い KVM の問題」
- 280 ページの「再現性の低い予期しないリブート」

### 再現性の低い外部デバイスの問題

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. 正しいデバイス・ドライバーがインストールされていることを確認します。資料については、製造メーカーの Web サイトをご覧ください。
2. USB デバイスの場合:
  - a. デバイスが正しく構成されていることを確認します。  
ソリューションを再起動し、画面の指示に従ってキーを押して、LXPM システム・セットアップ・インターフェースを表示します。(詳細については、<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>にあるご使用のソリューションと互換性のある LXPM 資料の「起動」セクションを参照してください)。次に、システム設定 → デバイスおよび I/O ポート → USB 構成の順にクリックします。
  - b. デバイスを別のポートに接続します。USB ハブを使用している場合は、ハブを取り外し、デバイスを計算ノードに直接接続します。デバイスがポートに対して正しく構成されていることを確認します。

### 再現性の低い KVM の問題

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

#### ビデオの問題:

1. すべてのケーブルおよびコンソール・ブレイクアウト・ケーブルが正しく接続され、保護されていることを確認します。
2. モニターを別の計算ノードでテストして、正常に機能していることを確認します。
3. 正常に機能している計算ノードでコンソール・ブレイクアウト・ケーブルをテストして、そのケーブルが正常に機能していることを確認します。コンソール・ブレイクアウト・ケーブルに障害がある場合は交換します。

#### キーボードの問題:

すべてのケーブルおよびコンソール・ブレイクアウト・ケーブルが正しく接続され、保護されていることを確認します。

#### マウスの問題:

すべてのケーブルおよびコンソール・ブレイクアウト・ケーブルが正しく接続され、保護されていることを確認します。

### 再現性の低い予期しないリブート

注：一部の訂正可能エラーでは、マシンが正常に起動できるようにメモリー DIMM やプロセッサなどのデバイスを無効にするために、ソリューションをリブートする必要があります。

1. リブートを示すイベント・コードを確認するには、管理コントローラー・イベント・ログを参照してください。イベント・ログの表示については、257 ページの「イベント・ログ」を参照してください。

### ネットワークの問題

この情報を使用して、ネットワークに関する問題を解決します。

- 281 ページの「Wake on LAN を使用してソリューションを起動できない」
- 281 ページの「SSL が有効な状態で LDAP アカountを使用してログインできない」

## Wake on LAN を使用してソリューションを起動できない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. デュアル・ポート・ネットワーク・アダプターを使用しており、ソリューションがイーサネット 5 コネクタを使用してネットワークに接続されている場合、システム・エラー・ログまたは IMM2 システム・イベント・ログを確認して (257 ページの「イベント・ログ」を参照)、次のことを確認します。
  - a. Emulex デュアル・ポート 10GBase-T 組み込みアダプターが取り付けられている場合、ファン 3 がスタンバイ・モードで稼働していること。
  - b. 室温が高すぎないこと (1 ページの「仕様」を参照)。
  - c. 通風孔がふさがれていないこと。
  - d. エアー・バッフルがしっかりと取り付けられていること。
2. デュアル・ポート・ネットワーク・アダプターを取り付け直します。
3. ソリューションの電源をオフにして電源から切り離します。その後、10 秒間待ってからソリューションを再起動します。
4. 問題が解決しない場合は、デュアル・ポート・ネットワーク・アダプターを交換します。

## SSL が有効な状態で LDAP アカウントを使用してログインできない

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. ライセンス・キーが有効であることを確認します。
2. 新規のライセンス・キーを生成して、再度ログインします。

## 目視で確認できる問題

目視で確認できる問題を解決するには、この情報を使用します。

- 281 ページの「ソリューションをオンにすると、サーバーですぐに POST イベント・ビューアーが表示される」
- 282 ページの「ソリューションが応答しない (POST が完了し、オペレーティング・システムが稼働している)」
- 282 ページの「ソリューションが応答しない (POST が失敗し、System Setup を起動できない)」
- 283 ページの「電圧プレーナー障害がイベント・ログに表示される」
- 283 ページの「異臭」
- 283 ページの「ソリューションが高温になっているように見える」
- 283 ページの「部品またはエンクロージャーが破損している」
- 283 ページの「新しいアダプターを取り付けた後、レガシー・モードに入ることができない」
- 283 ページの「サービス・データの収集」

## ソリューションをオンにすると、サーバーですぐに POST イベント・ビューアーが表示される

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. Lightpath 診断 LED によって示されているエラーがあればすべて訂正します。
2. ソリューションがすべてのロプロセッサをサポートし、プロセッサの速度とキャッシュ・サイズが相互に一致していることを確認します。

システム・セットアップからプロセッサの詳細を表示できます。

プロセッサがソリューションでサポートされているかどうかを判別するには、<https://serverproven.lenovo.com/> を参照してください。
3. (トレーニングを受けた技術員のみ) プロセッサ 1 が正しく取り付けられていることを確認します。
4. (トレーニングを受けた技術員のみ) プロセッサ 2 を取り外して、ソリューションを再起動します。

5. 次のコンポーネントを、リストに示されている順序で一度に1つずつ交換し、そのたびにソリューションを再起動します。
  - a. (トレーニングを受けた技術員のみ) プロセッサー
  - b. (トレーニングを受けた技術員のみ) システム・ボード

### ソリューションが応答しない (POST が完了し、オペレーティング・システムが稼働している)

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

- 計算ノードの設置場所にいる場合は、以下のステップを実行してください。
  1. KVM 接続を使用している場合、その接続が正常に機能していることを確認します。使用していない場合は、キーボードおよびマウスが正常に機能していることを確認します。
  2. 可能な場合、計算ノードにログインし、すべてのアプリケーションが稼働している (ハングしているアプリケーションがない) ことを確認します。
  3. 計算ノードを再起動します。
  4. 問題が解決しない場合は、すべての新規ソフトウェアが正しくインストールおよび構成されていることを確認します。
  5. ソフトウェアの購入先またはソフトウェア・プロバイダーに連絡します。
- リモート・ロケーションから計算ノードにアクセスしている場合は、以下のステップを実行してください。
  1. すべてのアプリケーションが稼働している (ハングしているアプリケーションがない) ことを確認します。
  2. システムからログアウトしてから、再度ログインしてみます。
  3. コマンド・ラインから計算ノードに対して ping または traceroute を実行してネットワーク・アクセスを検証します。
    - a. ping テスト中に応答が得られない場合は、エンクロージャー内の別の計算ノードに ping を試行し、接続の問題であるのか、計算ノードの問題であるのかを判別します。
    - b. trace route を実行し、接続が切断されている場所を判別します。VPN あるいは接続が切断されているポイントの接続の問題の解決を試行します。
  4. 管理インターフェースから計算ノードをリモートで再起動します。
  5. 問題が解決しない場合は、すべての新規ソフトウェアが正しくインストールおよび構成されていることを確認します。
  6. ソフトウェアの購入先またはソフトウェア・プロバイダーに連絡します。

### ソリューションが応答しない (POST が失敗し、System Setup を起動できない)

デバイスの追加やアダプターのファームウェア更新などの構成変更、およびファームウェアまたはアプリケーションのコードの問題により、ソリューションの POST (電源オン・セルフテスト) が失敗することがあります。

これが発生した場合、ソリューションは以下のいずれかの方法で応答します。

- ソリューションは自動的に再起動し、POST を再試行します。
- ソリューションは停止し、ユーザーはソリューションの POST を再試行するために、ソリューションを手動で再起動する必要があります。

指定された回数の連続試行 (自動でも手動でも) の後、ソリューションはデフォルトの UEFI 構成に復帰し、System Setup が開始され、ユーザーが構成に対し必要な修正を加えてソリューションを再起動できるようにします。ソリューションがデフォルト構成で POST を完了できない場合、システム・ボードに問題がある可能性があります。System Setup で、再起動の連続試行数を指定できます。「システ



ム設定」→「リカバリー」→「POST 試行」→「POST 試行限度」をクリックします。選択可能なオプションは、3、6、9、255 です。

### 電圧ブレーナー障害がイベント・ログに表示される

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. システムを最小構成に戻します。最低限必要なプロセッサと DIMM の数については、[1 ページの「仕様」](#)を参照してください。
2. システムを再起動します。
  - システムが再起動する場合は、取り外した部品を一度に1つずつ追加して、そのたびにシステムを再起動し、これをエラーが発生するまで繰り返します。エラーが発生した部品を交換します。
  - システムが再起動しない場合は、システム・ボードを交換します。

### 異臭

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

1. 異臭は、新規に取り付けた装置から発生している可能性があります。
2. 問題が解決しない場合は、Lenovo サポートに連絡してください。

### ソリューションが高温になっているように見える

問題が解決するまで、以下のステップを実行します。

複数の計算ノードまたはエンクロージャーの場合:

1. 室温が指定の範囲内であることを確認します ([1 ページの「仕様」](#)を参照)。
2. 管理プロセッサのイベント・ログで、温度上昇イベントがないかを確認します。イベントがない場合、計算ノードは正常な作動温度内で稼働しています。ある程度の温度変化は予想されるので注意してください。

### 新しいアダプターを取り付けた後、レガシー・モードに入ることができない

以下の手順に従って、問題を修正します。

1. 「UEFI セットアップ」→「デバイスおよび I/O ポート」→「オプション ROM 実行順序の設定」の順に選択します。
2. 操作システムが取り付けられている RAID アダプターをリストの先頭に移動します。
3. 「保存」を選択します。
4. システムをリブートして、オペレーティング・システムを自動ブートします。

### 部品またはエンクロージャーが破損している

Lenovo サポートに連絡してください。

### サービス・データの収集

詳しくは、「*FPC ユーザーズ・ガイド*」を参照してください。

## ソフトウェアの問題

ソフトウェアの問題を解決するには、この情報を使用します。

1. その問題の原因がソフトウェアであるかを判別するには、以下の点を確認します。
  - ソリューションが、ソフトウェアを使用するための必要最小限のメモリーを備えている。メモリー所要量については、ソフトウェアに付属の情報を参照してください。

注：アダプターまたはメモリーを取り付けた直後の場合は、ソリューションでメモリー・アドレスの競合が生じている可能性があります。

- そのソフトウェアがソリューションに対応しているか。
  - 他のソフトウェアがソリューション上で動作するか。
  - このソフトウェアが他のソリューション上では作動する。
2. ソフトウェアの使用中にエラー・メッセージを受け取った場合は、そのソフトウェアに付属の説明書を参照して、メッセージの内容と問題の解決方法を調べてください。
  3. ソフトウェア購入先にお問い合わせください。



---

## 付録 A ヘルプおよび技術サポートの入手

ヘルプ、サービス、技術サポート、または Lenovo 製品に関する詳しい情報が必要な場合は、Lenovo がさまざまな形で提供しているサポートをご利用いただけます。

WWW 上の以下の Web サイトで、Lenovo システム、オプション・デバイス、サービス、およびサポートについての最新情報が提供されています。

<http://datacentersupport.lenovo.com>

注：IBM は、ThinkSystem に対する Lenovo の優先サービス・プロバイダーです。

---

### 依頼する前に

連絡する前に、以下の手順を実行してお客様自身で問題の解決を試みてください。サポートを受けるために連絡が必要と判断した場合、問題を迅速に解決するためにサービス技術員が必要とする情報を収集します。

#### お客様自身での問題の解決

多くの問題は、Lenovo がオンライン・ヘルプまたは Lenovo 製品資料で提供するトラブルシューティング手順を実行することで、外部の支援なしに解決することができます。Lenovo 製品資料にも、お客様が実行できる診断テストについての説明が記載されています。ほとんどのシステム、オペレーティング・システムおよびプログラムの資料には、トラブルシューティングの手順とエラー・メッセージやエラー・コードに関する説明が記載されています。ソフトウェアの問題だと考えられる場合は、オペレーティング・システムまたはプログラムの資料を参照してください。

ThinkSystem 製品については、<https://pubs.lenovo.com/> で製品ドキュメントが見つかります

以下の手順を実行してお客様自身で問題の解決を試みることができます。

- ケーブルがすべて接続されていることを確認します。
- 電源スイッチをチェックして、システムおよびすべてのオプション・デバイスの電源がオンになっていることを確認します。
- ご使用の Lenovo 製品用に更新されたソフトウェア、ファームウェア、およびオペレーティング・システム・デバイス・ドライバがないかを確認します。Lenovo 保証規定には、Lenovo 製品の所有者であるお客様の責任で、製品のソフトウェアおよびファームウェアの保守および更新を行う必要があることが明記されています (追加の保守契約によって保証されていない場合)。お客様のサービス技術員は、問題の解決策がソフトウェアのアップグレードで文書化されている場合、ソフトウェアおよびファームウェアをアップグレードすることを要求します。
- ご使用の環境で新しいハードウェアを取り付けたり、新しいソフトウェアをインストールした場合、<https://serverproven.lenovo.com/> でそのハードウェアおよびソフトウェアがご使用の製品によってサポートされていることを確認してください。
- <http://datacentersupport.lenovo.com> にアクセスして、問題の解決に役立つ情報があるか確認してください。
  - 同様の問題が発生した他のユーザーがいるかどうかを調べるには、[https://forums.lenovo.com/t5/Datcenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datcenter-Systems/ct-p/sv_eg) の Lenovo Forums (Lenovo フォーラム) を確認してください。

#### サポートへの連絡に必要な情報の収集

ご使用の Lenovo 製品に保証サービスが必要である場合は、依頼する前に適切な情報を準備していただくと、サービス技術員がより効果的にお客様を支援することができます。または製品の保証について詳しくは、<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> で参照できます。

サービス技術員に提供するために、次の情報を収集します。このデータは、サービス技術員が問題の解決策を迅速に提供する上で役立ち、お客様が契約された可能性があるレベルのサービスを確実に受けられるようにします。

- ハードウェアおよびソフトウェアの保守契約番号 (該当する場合)
- マシン・タイプ番号 (Lenovo の 4 桁のマシン識別番号)
- 型式番号
- シリアル番号
- 現行のシステム UEFI およびファームウェアのレベル
- エラー・メッセージやログなど、その他関連情報

Lenovo サポートに連絡する代わりに、<https://support.lenovo.com/servicerequest> にアクセスして Electronic Service Request を送信することもできます。Electronic Service Request を送信すると、お客様の問題に関する情報をサービス技術員が迅速に入手できるようになり、問題の解決策を判別するプロセスが開始されます。Lenovo サービス技術員は、お客様が Electronic Service Request を完了および送信するとすぐに、解決策の作業を開始します。

---

## サービス・データの収集

サーバーの問題の根本原因をはっきり特定するため、または Lenovo サポートの依頼によって、詳細な分析に使用できるサービス・データを収集する必要がある場合があります。サービス・データには、イベント・ログやハードウェア・インベントリーなどの情報が含まれます。

サービス・データは以下のツールを使用して収集できます。

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Lenovo XClarity Provisioning Manager のサービス・データの収集機能を使用して、システム・サービス・データを収集します。既存のシステム・ログ・データを収集するか、新しい診断を実行して新規データを収集できます。

- **Lenovo XClarity Controller**

Lenovo XClarity Controller Web インターフェースまたは CLI を使用してサーバーのサービス・データを収集できます。ファイルは保存でき、Lenovo サポートに送信できます。

- Web インターフェースを使用したサービス・データの収集について詳しくは、<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料のバージョンの「サービス・データのダウンロード」セクションを参照してください。
- CLI を使用したサービス・データの収集について詳しくは、<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>にある、ご使用のサーバーと互換性のある XCC に関する資料のバージョンの「ffdc コマンド」セクションを参照してください。

- **Lenovo XClarity Administrator**

一定の保守可能イベントが Lenovo XClarity Administrator および管理対象エンドポイントで発生した場合に、診断ファイルを収集し自動的に Lenovo サポートに送信するように Lenovo XClarity Administrator をセットアップできます。Call Homeを使用して診断ファイルを Lenovo サポート に送信するか、SFTP を使用して別のサービス・プロバイダーに送信するかを選択できます。また、手動で診断ファイルを収集したり、問題レコードを開いたり、診断ファイルを Lenovo サポート・センターに送信したりもできます。

Lenovo XClarity Administrator 内での自動問題通知のセットアップに関する詳細情報は [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin\\_setupcallhome.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html) で参照できます。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI には、サービス・データを収集するインベントリー・アプリケーションがあります。インバンドとアウト・オブ・バンドの両方で実行できます。サーバーのホスト・オペレーティング・システムで実行する場合、OneCLI では、ハードウェア・サービス・デー

タに加えて、オペレーティング・システム・イベント・ログなどオペレーティング・システムに関する情報を収集できます。

サービス・データを取得するには、`getinfor` コマンドを実行できます。`getinfor` の実行についての詳細は、[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_getinfor\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command) を参照してください。

---

## サポートへのお問い合わせ

サポートに問い合わせで問題に関するヘルプを入手できます。

ハードウェアの保守は、Lenovo 認定サービス・プロバイダーを通じて受けることができます。保証サービスを提供する Lenovo 認定サービス・プロバイダーを見つけるには、<https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> にアクセスし、フィルターを使用して国別で検索します。Lenovo サポートの電話番号については、<https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> で地域のサポートの詳細を参照してください。



---

## 付録 B 注記

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、Lenovo の営業担当員にお尋ねください。

本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、他の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、いかなる特許出願においても実施権を許諾することを意味するものではありません。お問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

*Lenovo (United States), Inc.  
8001 Development Drive  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO は、本書を特定物として「現存するままの状態」で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書の内容は、Lenovo またはサード・パーティーの知的所有権のもとで明示または黙示のライセンスまたは損害補償として機能するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのもと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

---

## 商標

LENOVO、THINKSYSTEM、Flex System、System x、NeXtScale System および x Architecture は Lenovo の商標です。

Intel、および Intel Xeon は、Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Internet Explorer、Microsoft、および Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。

その他すべての商標は、それぞれの所有者の知的財産です。

---

## 重要事項

プロセッサの速度とは、プロセッサの内蔵クロックの速度を意味しますが、他の要因もアプリケーション・パフォーマンスに影響します。

CD または DVD ドライブの速度は、変わる可能性のある読み取り速度を記載しています。実際の速度は記載された速度と異なる場合があります、最大可能な速度よりも遅いことがあります。

主記憶装置、実記憶域と仮想記憶域、またはチャネル転送量を表す場合、KB は 1,024 バイト、MB は 1,048,576 バイト、GB は 1,073,741,824 バイトを意味します。

ハードディスク・ドライブの容量、または通信ボリュームを表すとき、MB は 1,000,000 バイトを意味し、GB は 1,000,000,000 バイトを意味します。ユーザーがアクセス可能な総容量は、オペレーティング環境によって異なる可能性があります。

内蔵ハードディスク・ドライブの最大容量は、Lenovo から入手可能な現在サポートされている最大のドライブを標準ハードディスク・ドライブの代わりに使用し、すべてのハードディスク・ドライブ・ベイに取り付けることを想定しています。

最大メモリーは標準メモリーをオプション・メモリー・モジュールと取り替える必要があることもあります。

各ソリッド・ステート・メモリー・セルには、そのセルが耐えられる固有の有限数の組み込みサイクルがあります。したがって、ソリッド・ステート・デバイスには、可能な書き込みサイクルの最大数が決められています。これを **total bytes written (TBW)** と呼びます。この制限を超えたデバイスは、システム生成コマンドに応答できなくなる可能性があり、また書き込み不能になる可能性があります。Lenovo は、正式に公開された仕様に文書化されているプログラム/消去のサイクルの最大保証回数を超えたデバイスについては責任を負いません。

Lenovo は、他社製品に関して一切の保証責任を負いません。他社製品のサポートがある場合は、Lenovo ではなく第三者によって提供されます。

いくつかのソフトウェアは、その小売り版 (利用可能である場合) とは異なる場合があります、ユーザー・マニュアルまたはすべてのプログラム機能が含まれていない場合があります。

---

## 粒子汚染

**注意:** 浮遊微小粒子 (金属片や微粒子を含む) や反応性ガスは、単独で、あるいは湿気や気温など他の環境要因と組み合わせられることで、本書に記載されているデバイスにリスクをもたらす可能性があります。

過度のレベルの微粒子や高濃度の有害ガスによって発生するリスクの中には、デバイスの誤動作や完全な機能停止の原因となり得る損傷も含まれます。以下の仕様では、このような損傷を防止するために設定された微粒子とガスの制限について説明しています。以下の制限を、絶対的な制限として見なしたり、あるいは使用したりしてはなりません。温度や大気中の湿気など他の多くの要因が、粒子や環境腐食性およびガス状の汚染物質移動のインパクトに影響することがあるからです。本書で説明されている特定の制限が無い場合は、人体の健康と安全の保護に合致するよう、微粒子やガスのレベル維持のための慣例を実施する必要があります。お客様の環境の微粒子あるいはガスのレベルがデバイス損傷の原因であると Lenovo が判断した場合、Lenovo は、デバイスまたは部品の修理あるいは交換の条件として、かかる環境汚染を改善する適切な是正措置の実施を求める場合があります。かかる是正措置は、お客様の責任で実施していただきます。

表 35. 微粒子およびガスの制限

汚染物質	制限
反応性ガス	ANSI/ISA 71.04-1985 準拠の重大度レベル G1 <sup>1</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>銅の反応レベルが 1 か月あたり 200 オングストローム未満 (<math>\text{\AA}/\text{月} \sim 0.0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-時間}</math> の重量増加)。<sup>2</sup></li> <li>銀の反応レベルが 1 か月あたり 200 オングストローム (<math>\text{\AA}/\text{月} \sim 0.0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-時間}</math> の重量増加)。<sup>3</sup></li> <li>ガス腐食性の反応監視は、床から 4 分の 1 および 4 分の 3 のフレイム高さ、または気流速度がより高い場所で、吸気口側のラックの前面の約 5 cm (2 インチ) で行う必要があります。</li> </ul>
浮遊微小粒子	データ・センターは、ISO 14644-1 クラス 8 の清潔レベルを満たす必要があります。 <p>エアサイド・エコノマイザーのないデータ・センターの場合、以下のいずれかのろ過方式を選択して、ISO 14644-1 クラス 8 の清潔レベルを満たすことができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>部屋の空気は、MERV 8 フィルターで継続的にフィルタリングできます。</li> <li>データ・センターに入る空気は、MERV 11 またはできれば MERV 13 フィルターでフィルタリングできます。</li> </ul> <p>エアサイド・エコノマイザーを備えるデータ・センターの場合、ISO クラス 8 の清潔レベルを実現するためのフィルターの選択は、そのデータ・センターに存在する特定の条件によって異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>粒子汚染の潮解相対湿度は、60% RH を超えていなければなりません。<sup>4</sup></li> <li>データ・センターには、亜鉛ウィスカーがあってはなりません。<sup>5</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> ANSI/ISA-71.04-1985。「プロセス計測およびシステム制御のための環境条件: 気中浮遊汚染物質」。Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.

<sup>2</sup>  $\text{\AA}/\text{月}$ における腐食生成物の厚みにおける銅腐食の増加率と重量増加率との間の同等性の導出では、 $\text{Cu}_2\text{S}$  および  $\text{Cu}_2\text{O}$  が均等な割合で増加することを前提とします。

<sup>3</sup>  $\text{\AA}/\text{月}$ における腐食生成物の厚みにおける銀腐食の増加率と重量増加率との間の同等性の導出では、 $\text{Ag}_2\text{S}$  のみが腐食生成物であることを前提とします。

<sup>4</sup> 粒子汚染の潮解相対湿度とは、水分を吸収した塵埃が、十分に濡れてイオン導電性を持つようになる湿度のことです。

<sup>5</sup> 表面の異物は、データ・センターの 10 のエリアから、金属スタブの導電粘着テープの直径 1.5 cm のディスクでランダムに収集されます。電子顕微鏡の解析における粘着テープの検査で亜鉛ウィスカーが検出されない場合、データ・センターには亜鉛ウィスカーがないと見なされます。

## 通信規制の注記

本製品は、お客様の国で、いかなる方法においても公衆通信ネットワークのインターフェースへの接続について認定されていない可能性があります。このような接続を行う前に、法律による追加の認定が必要な場合があります。ご不明な点がある場合は、Lenovo 担当員または販売店にお問い合わせください。

## 電波障害自主規制特記事項

このデバイスにモニターを接続する場合は、モニターに付属の指定のモニター・ケーブルおよび電波障害抑制デバイスを使用してください。

その他の電波障害自主規制特記事項は以下に掲載されています。

[https://pubs.lenovo.com/important\\_notices/](https://pubs.lenovo.com/important_notices/)

## 台湾 BSMI RoHS 宣言

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組合作件	—	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	—	○	○	○	○	○
冷卻組合作件	—	○	○	○	○	○
内存模塊	—	○	○	○	○	○
處理器模塊	—	○	○	○	○	○
電纜組合作件	—	○	○	○	○	○
電源	—	○	○	○	○	○
儲備設備	—	○	○	○	○	○
電路卡	—	○	○	○	○	○
光碟機	—	○	○	○	○	○
雷射器	—	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。  Note3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

## 台湾の輸出入お問い合わせ先情報

台湾の輸出入情報に関する連絡先を入手できます。



委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司  
進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓  
進口商電話: 0800-000-702



---

# 索引

台湾 BSMI RoHS 宣言 292  
2.5 型ドライブ・モデル 25

## a

AC 電源 16  
AC 電源 LED 16

## C

CMOS バッテリー  
取り付け 128  
取り外し 126  
CMOS バッテリー (CR2032)  
交換 126  
CPU  
交換 173  
取り付け 181  
取り外し 173

## d

DC 電源 LED 16  
DCPMM 269  
DIMM  
交換 130  
取り外し 130  
DIMM、取り付け 133  
DRAM 269  
DWCトレイ  
交換 253  
DWCトレイの交換 253  
DWCトレイ、取り付け 255

## f

FPC  
交換 72  
FPC の交換 72  
FPC バッテリー  
交換 79  
FPC バッテリーの交換 79  
FPC バッテリー、取り付け 81  
FPC、取り付け 76  
FPC、取り外し 72

## i

IFT アダプター、取り付け 163  
IFT アダプター、取り外し 161

## l

LAN over USB

Windows ドライバー・インストール 10  
手動構成 10

## LED

DC 電源 16  
システム・ボード上の 22, 263  
ソリューションの前面 15  
ドライブ活動 15  
ドライブ・ステータス 15  
ドリップ・センサー 265  
パワー・サプライ 18  
パワー・サプライ・エラー 16  
ファンと電源制御モジュール 17, 264

## m

M.2 ドライブ  
交換 151  
M.2 バックプレーン  
交換 148  
取り付け 150  
取り外し 148  
M.2 バックプレーンの保持器具  
調整 154  
M.2 バックプレーンへの M.2 ドライブ  
取り付け 152  
取り外し 151

## p

PCIe  
トラブルシューティング 278  
PCIe アダプター  
交換 155  
PCIe アダプターの交換 155  
PHM  
交換 173

## S

SW1 スイッチ・ブロックの説明 23

## t

TCM 214  
TCM/TPM アダプター  
交換 221  
取り付け 229  
取り外し 221  
TPM 214  
TPM 1.2 217  
TPM 2.0 217  
TPM バージョン 217  
TPM ポリシー 215  
Trusted Cryptographic Module 214  
Trusted Platform Module 214

## u

- UEFI セキュア・ブート 218
- USB
  - コネクタ 15
- USB デバイスの問題 277

## W

- Windows ドライバー、LAN over USB 10

## あ

- アダプター、取り付け 158
- アダプター、取り外し 155
- アップグレード
  - NeXtScale nx360 M5
  - ThinkSystem SD650 6
- 安全について iii
- 安全検査のチェックリスト iv, 34

## い

- インジケータとコントロール
  - パワー・サプライ 18
- イーサネット
  - コントローラー
    - トラブルシューティング 267
- イーサネット・コントローラーの問題
  - 解決 267

## う

- ウォーター・ループ
  - 交換 238
  - 取り外し 238
- ウォーター・ループ、取り付け 245

## え

- エンクロージャーのコンポーネント
  - 交換 36
- エンクロージャーの背面図 16
- エンクロージャー・ミッドプレーン
  - 交換 37
- エンクロージャー・ミッドプレーンの交換 37
- エンクロージャー・ミッドプレーンの取り付け 51
- エンクロージャー・ミッドプレーン、取り外し 37

## お

- オプションのデバイスの問題 278
- 汚染、微粒子およびガス 291

## か

- 解決
  - イーサネット・コントローラーの問題 267
  - 不十分な PCIe リソース 278

## ガイドライン

- オプションの取り付け 33
- システム信頼性 35
- 概要 1
- ガス汚染 291
- カスタム・サポート Web ページ 285
- 完了
  - 部品交換 256

## き

- キーボードの問題 277

## け

- 検出
  - 物理プレゼンス 216
- ケーブル配線 25

## こ

- 交換
  - CMOS バッテリー (CR2032) 126
  - CPU 173
  - DIMM 130
  - M.2 ドライブ 151
  - M.2 バックプレーン 148
  - PHM 173
  - TCM/TPM アダプター 221
  - ウォーター・ループ 238
  - エンクロージャーのコンポーネント 36
  - システム・ボード 192
  - トレイ・コンポーネント 126
  - ヒートシンク 173
  - プロセッサ 173
  - マイクロプロセッサ 173
- 更新,
  - マシン・タイプ 212
- 構成
  - LAN over USB (手動) 10
- コネクタ
  - USB 15
  - ソリューションの前面 15
  - 内部 20
  - ファンと電源制御モジュール 17, 264
- コネクタ、内部、システム・ボード 20
- 個別設定したサポート Web ページの作成 285
- コンポーネント
  - パワー・サプライ 18

## 更新

- マシン・タイプ 212

## 構成

- LAN over USB (手動) 10

## コネクタ

- USB 15
- ソリューションの前面 15
- 内部 20
- ファンと電源制御モジュール 17, 264
- コネクタ、内部、システム・ボード 20
- 個別設定したサポート Web ページの作成 285
- コンポーネント
  - パワー・サプライ 18

## さ

- 再現性の低い問題 279
- サポート Web ページ、カスタム 285
- サービスおよびサポート
  - 依頼する前に 285
  - ソフトウェア 287
  - ハードウェア 287
- サービス・データ 286
- サービス・データの収集 286

## し

事項、重要 290  
システムの信頼性に関するガイドライン 35  
システム・エラー LED 15  
システム・ボード  
LED 22, 263  
交換 192  
スイッチとジャンパー 23  
取り付け 201  
取り外し 193  
内部コネクタ 20  
レイアウト 19  
システム・ボードの内部コネクタ 20  
システム・ボードのレイアウト 19  
ジャンパー  
システム・ボード 23  
収集  
イベント・ログ 259  
重要な注意事項 290  
商標 290  
シリアル番号 212  
シリアル・デバイスの問題 279

## す

スイッチ  
システム・ボード 23  
スイッチ・ブロック 23

## せ

静電気の影響を受けやすいデバイス  
取り扱い 36  
静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い 36  
セキュア・ブート 218  
セキュリティ・アドバイザリー 11  
前面図  
LED の位置 15  
コネクタ 15

## そ

ソフトウェア 13  
ソフトウェアの問題 283  
ソフトウェアのサービスおよびサポートの電話番号 287  
ソリューション、前面図 15  
ソリューション内部での作業  
電源オン 36  
ソリューションの前面図 15  
ソリューションの電源オンおよび電源オフの問題 268  
ソリューションの電源をオフにする 12  
ソリューションの電源をオンにする 11

## た

多岐管  
交換 86  
多岐管、取り付け 105  
多岐管、取り外し 86

多岐管の交換 86

## ち

チェック・ログ LED 15  
注記 289

## つ

通信規制の注記 291

## て

デバイス、静電気の影響を受けやすい  
取り扱い 36  
電源  
電源制御ボタン 15  
電源コード 31  
電源制御ボタン 15  
電源問題 266  
電源問題の解決 266  
電話番号 287

## と

ドライブ  
活動 LED 15  
交換 138  
状況 LED 15  
取り付け 140  
ドライブの交換 138  
ドライブ、取り外し 138  
ドライブ・ケージ・アセンブリー  
交換 142  
取り付け 144  
ドライブ・ケージ・アセンブリーの交換 142  
ドライブ・ケージ・アセンブリー、取り外し 142  
トラブルシューティング 276, 278–279, 283  
USB デバイスの問題 277  
キーボードの問題 277  
現象別 268  
再現性の低い問題 279  
症状別トラブルシューティング 268  
電源オンおよび電源オフの問題 268  
ネットワークの問題 280  
ハードディスク・ドライブの問題 271  
ビデオ 276  
マウスの問題 277  
水漏れの問題 272  
メモリーの問題 269  
目視で確認できる問題 281  
取り付け  
adapter 158  
CMOS バッテリー 128  
CPU 181  
DWC トレイ 255  
FPC 76  
FPC バッテリー 81  
IFT アダプター 163  
M.2 バックプレーン 150

M.2 バックプレーンへの M.2 ドライブ 152  
TCM/TPM アダプター 229  
ウォーター・ループ 245  
エンクロージャー・ミッドプレーン 51  
ガイドライン 33  
多岐管 105  
ドリップ・センサー・アセンブリー 70  
トレイ・カバー 220  
プロセッサ 181  
分電盤 169  
ホット・スワップ・パワー・サプライ 85  
マイクロプロセッサ 181  
取り付けのガイドライン 33  
ドリップ・センサー  
LED 265  
ドリップ・センサー・アセンブリー  
交換 67  
ドリップ・センサー・アセンブリーの交換 67  
ドリップ・センサー・アセンブリー、取り付け 70  
ドリップ・センサー・アセンブリー、取り外し 67  
取り外し  
adapter 155  
CMOS バッテリー 126  
FPC 72  
IFT アダプター 161  
M.2 バックプレーン 148  
M.2 バックプレーンへの M.2 ドライブ 151  
TCM/TPM アダプター 221  
ウォーター・ループ 238  
エンクロージャー・ミッドプレーン 37  
システム・ボード 193  
多岐管 86  
ドライブ 138  
ドライブ・ケージ・アセンブリー 142  
ドリップ・センサー・アセンブリー 67  
トレイ・カバー 219  
分電盤 167  
ホット・スワップ・パワー・サプライ 83  
メモリー・モジュール 130  
トレイ・カバー  
交換 219  
トレイ・カバーの交換 219  
トレイ・カバー、取り付け 220  
トレイ・カバー、取り外し 219  
トレイ・コンポーネント  
交換 126

## な

内部ケーブル配線 24  
内部コネクタ 20  
内部、システム・ボード・コネクタ 20

## ね

ネットワーク  
問題 280

## の

台湾の輸出入お問い合わせ先情報 293

## は

背面図 16  
エンクロージャーの 16  
パワー・サプライ 16  
LED 261  
概要 18  
パワー・サプライ LED 261  
ハードウェアのサービスおよびサポートの電話番号 287  
ハードディスク・ドライブの問題 271

## ひ

ビデオの問題 276  
技術ヒント 11  
ヒートシンク  
交換 173

## ふ

ファンと電源制御  
交換 72  
ファンと電源制御の交換 72  
ファンと電源制御モジュール  
コネクタ 17, 264  
ファームウェア更新 6  
ファームウェアの更新 6  
不十分な PCIe リソース  
解決 278  
物理プレゼンス 216  
部品リスト 26  
部品交換、完了 256  
プロセッサ  
交換 173  
取り付け 181  
取り外し 173  
分電盤  
交換 167  
分電盤、取り付け 169  
分電盤、取り外し 167  
分電盤の交換 167

## へ

ヘルプ 285  
ヘルプの入手 285

## ほ

ホット・スワップ・パワー・サプライ  
交換 83  
ホット・スワップ・パワー・サプライの交換 83

ホット・スワップ・パワー・サプライ、取り付け 85  
ホット・スワップ・パワー・サプライ、取り外し 83

## ま

マイクロプロセッサ  
交換 173  
取り付け 181  
取り外し 173  
マウスの問題 277

## み

水漏れ  
問題 272

## め

メモリー  
問題 269  
メモリー・モジュール  
取り外し 130

## も

目視で確認できる問題 281  
モニターの問題 276  
問題  
PCIe 278  
USB 装置 277  
イーサネット・コントローラー 267  
オプション・デバイス 278  
キーボード 277  
偶発的 279

シリアル・デバイス 279  
ソフトウェア 283  
電源 266, 268  
ネットワーク 280  
ハードディスク・ドライブ 271  
ビデオ 276  
マウス 277  
水漏れ 272  
メモリー 269  
目視で確認できる 281  
モニター 276

## ゆ

有効にする  
TPM 214

## り

取り付け  
DIMM 133  
システム・ボード 201  
ドライブ 140  
ドライブ・ケージ・アセンブリー 144  
取り外し  
CPU 173  
プロセッサ 173  
マイクロプロセッサ 173  
リセット・ボタン 15  
粒子汚染 291

## ろ

ロケーター LED 15









部品番号: SP47A36237

Printed in China

(1P) P/N: SP47A36237

